

# OptiPlex 5070 タワー サービスマニュアル



## メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

<b>章 1: コンピュータ内部の作業</b> .....	<b>7</b>
安全にお使いいただくために.....	7
PC 内部の作業を始める前に.....	7
安全に関する注意事項.....	8
ESD ( 静電気放出 ) 保護.....	8
ESD フィールド・サービス・キット.....	9
敏感なコンポーネントの輸送.....	9
PC 内部の作業を終えた後に.....	10
<b>章 2: テクノロジとコンポーネント</b> .....	<b>11</b>
DDR4.....	11
USB の機能.....	12
USB Type-C.....	14
DisplayPort over USB Type-C の利点.....	14
HDMI 2.0.....	15
インテル Optane メモリ.....	15
インテル Optane メモリの有効化.....	16
インテル Optane メモリの無効化.....	16
<b>章 3: システムの主要なコンポーネント</b> .....	<b>17</b>
<b>章 4: コンポーネントの取り外しと取り付け</b> .....	<b>19</b>
サイドカバー.....	20
サイドカバーの取り外し.....	20
サイドカバーの取り付け.....	20
ベゼル.....	21
前面ベゼルの取り外し.....	21
前面ベゼルの取り付け.....	22
前面パネル ドア.....	23
前面パネル ドアを開く.....	23
前面パネル ドアを閉じる.....	24
ハードドライブアセンブリ — 3.5 インチおよび 2.5 インチ.....	25
3.5 インチハードドライブアセンブリの取り外し.....	25
ハードドライブブラケットからの 3.5 インチハードドライブの取り外し.....	27
ハードドライブブラケットへの 3.5 インチハードドライブの取り付け.....	27
3.5 インチハードドライブアセンブリの取り付け.....	28
2.5 インチハードドライブアセンブリの取り外し.....	29
ドライブブラケットからの 2.5 インチドライブの取り外し.....	29
ハードドライブブラケットへの 2.5 インチハードドライブの取り付け.....	30
2.5 インチドライブアセンブリの取り付け.....	30
オプティカルドライブ.....	31
オプティカルドライブの取り外し.....	31
オプティカルドライブの取り付け.....	33
M.2 PCIe SSD.....	35

M.2 SSD の取り外し.....	35
M.2 SSD の取り付け.....	36
SD カードリーダー.....	37
SD カードリーダーの取り外し.....	37
SD カードリーダーの取り付け.....	38
メモリモジュール.....	39
メモリモジュールの取り外し.....	39
メモリモジュールの取り付け.....	40
拡張カード.....	41
PCIe 拡張カードの取り外し.....	41
PCIe 拡張カードの取り付け.....	42
オプションの VGA モジュール.....	43
オプションの VGA モジュールの取り外し.....	43
オプションの VGA モジュールの取り付け.....	44
電源装置ユニット.....	45
PSU (電源装置ユニット) の取り外し.....	45
電源装置ユニット (PSU) の取り付け.....	47
インテルーションスイッチ.....	49
インテルーションスイッチの取り外し.....	49
インテルーションスイッチの取り付け.....	50
電源ボタン.....	51
電源ボタンの取り外し.....	51
電源ボタンの取り付け.....	53
スピーカー.....	55
スピーカーの取り外し.....	55
スピーカーの取り付け.....	56
コイン型電池.....	57
コイン型電池の取り外し.....	57
コイン型電池の取り付け.....	58
ヒートシンク ファン.....	59
ヒートシンク ファンの取り外し.....	59
ヒートシンク ファンの取り付け.....	60
ヒートシンク.....	61
ヒートシンク アセンブリーの取り外し.....	61
ヒートシンク アセンブリーの取り付け.....	62
プロセッサ.....	63
プロセッサの取り外し.....	63
プロセッサの取り付け.....	64
システムファン.....	65
システムファンの取り外し.....	65
システムファンの取り付け.....	67
システム基板.....	69
システム基板の取り外し.....	69
前面パネル ドア.....	72
前面パネル ドアを開く.....	72
前面パネル ドアを閉じる.....	72
3.5 インチ ハードドライブ.....	73
3.5 インチ ハードドライブアセンブリーの取り外し.....	73
3.5 インチ ハードドライブアセンブリーの取り付け.....	74
3.5 インチハードドライブ.....	76

2.5 インチ ハードドライブアセンブリ.....	77
2.5 インチ ハードドライブアセンブリの取り外し.....	77
2.5 インチ ドライブ アセンブリーの取り付け.....	77
2.5 インチハードドライブ.....	78
オプティカルドライブ.....	79
オプティカルドライブの取り外し.....	79
オプティカルドライブの取り付け.....	81
M.2 SSD.....	83
M.2 SSD の取り外し.....	83
M.2 SSD の取り付け.....	84
SD カードリーダー.....	85
SD カードリーダーの取り外し.....	85
SD カードリーダーの取り付け.....	86
メモリモジュール.....	87
メモリモジュールの取り外し.....	87
メモリモジュールの取り付け.....	88
拡張カード.....	89
PCIe 拡張カードの取り外し.....	89
PCIe 拡張カードの取り付け.....	90
電源装置ユニット.....	91
PSU ( 電源装置ユニット ) の取り外し.....	91
電源装置ユニット ( PSU ) の取り付け.....	93
インテルーションスイッチ.....	95
インテルーション スイッチの取り外し.....	95
インテルーション スイッチの取り付け.....	96
電源ボタン.....	97
電源ボタンの取り外し.....	97
電源ボタンの取り付け.....	99
スピーカー.....	101
スピーカーの取り外し.....	101
スピーカーの取り付け.....	102
コイン型電池.....	103
コイン型電池の取り外し.....	103
コイン型電池の取り付け.....	104
ヒートシンク ファン.....	105
ヒートシンク ファンの取り外し.....	105
ヒートシンク ファンの取り付け.....	106
ヒートシンクアセンブリ.....	107
ヒートシンク アセンブリーの取り外し.....	107
ヒートシンク アセンブリーの取り付け.....	108
プロセッサ.....	109
プロセッサの取り外し.....	109
プロセッサの取り付け.....	110
システムファン.....	111
システムファンの取り外し.....	111
システムファンの取り付け.....	112
オプションの VGA モジュール.....	113
オプションの VGA モジュールの取り外し.....	113
オプションの VGA モジュールの取り付け.....	114
システム基板.....	115

システム基板の取り外し.....	115
システム基板の取り付け.....	118
<b>章 5: トラブルシューティング.....</b>	<b>121</b>
ePSA (強化された起動前システムアセスメント) 診断.....	121
ePSA 診断の実行.....	121
診断.....	122
電源供給ユニットのビルトイン自己テスト.....	123
診断エラーメッセージ.....	124
システムエラーメッセージ.....	127
オペレーティング システムのリカバリ.....	128
リアルタイムクロック : RTC リセット.....	128
バックアップ メディアとリカバリー オプション.....	128
Wi-Fi 電源の入れ直し.....	129
<b>章 6: ヘルプ.....</b>	<b>130</b>
Dell へのお問い合わせ.....	130

# コンピュータ内部の作業

## トピック：

- 安全にお使いいただくために

## 安全にお使いいただくために

身体の安全を守り、PC を損傷から保護するために、次の安全に関する注意に従ってください。特記がない限り、本書に記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提とします。

- PC に付属の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。

**⚠ 警告:** PC 内部の作業を始める前に、お使いの PC に付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。その他、安全にお使いいただくためのベストプラクティスについては、[法令遵守のホームページ](#)を参照してください。

**⚠ 注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスおよびサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。Dell が許可していない修理による損傷は、保証できません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

**⚠ 注意:** 静電気放出による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、PC の裏面にあるコネクタに触れる際に塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

**⚠ 注意:** コンポーネントとカードは丁寧に取り扱いってください。コンポーネント、またはカードの接触面に触らないでください。カードは端、または金属のマウンティングブラケットを持ってください。プロセッサなどのコンポーネントはピンではなく、端を持ってください。

**⚠ 注意:** ケーブルを外すときは、コネクタまたはプルタブを引っ張り、ケーブル自身を引っ張らないでください。コネクタにロックングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロックングタブを押さえてください。コネクタを引き抜く場合、コネクタ ピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクタが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。

**① メモ:** コンピュータのカバーまたはパネルを開ける前に、すべての電源を外してください。コンピュータ内部の作業が終わったら、カバー、パネル、ネジをすべて取り付けしてから、電源に接続します。

**① メモ:** お使いの PC の色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。

## PC 内部の作業を始める前に

1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のアプリケーションをすべて終了します。

2. PC をシャットダウンします。[ Start ] > [  Power ] > [ Shut down ] の順にクリックします。

**① メモ:** 他のオペレーティング システムを使用している場合は、お使いのオペレーティング システムのシャットダウン方法に関するマニュアルを参照してください。

3. PC および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。

4. キーボード、マウス、モニターなど取り付けられているすべてのネットワークデバイスや周辺機器を PC から外します。

5. すべてのメディアカードと光ディスクを PC から取り外します（取り付けられている場合）。

6. コンピュータの電源を抜いたら、5 秒ほど電源ボタンを押し続けてシステム ボードの静電気を放電させます。

**⚠ 注意:** ディスプレイを傷つけないように、コンピュータを平らで、柔らかく、清潔な面に置きます。

7. PC の表を下にして置きます。

## 安全に関する注意事項

「安全に関する注意事項」の章では、分解手順に先駆けて実行すべき主な作業について説明します。

次の安全に関する注意事項をよく読んでから、取り付けまたは故障 / 修理手順の分解や再組み立てを実行してください。

- システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切ります。
- システムおよび接続されているすべての周辺機器の AC 電源を切ります。
- システムからすべてのネットワークケーブル、電話線、または電気通信回線を外します。
- ESD ( 静電気放出 ) による損傷を避けるため、デスクトップの内部を扱うときには、ESD フィールド サービス キットを使用します。
- システム コンポーネントの取り外し後、静電気防止用マットの上に、取り外したコンポーネントを慎重に配置します。
- 感電しないように、底が非導電性ゴムでできている靴を履きます。

## スタンバイ電源

スタンバイ電源を搭載したデル製品では、ケースを開く前にプラグを外しておく必要があります。スタンバイ電源を搭載したシステムは、電源がオフのときも基本的に給電されています。内蔵電源により、システムをリモートからオン ( Wake on LAN ) にすることや、一時的にスリープモードにすることが可能です。また、他の高度な電源管理機能を使用することもできます。

ケーブルを抜き、15 秒間電源ボタンを押し続けてシステム ボードの残留電力を放電します。から取り外します。

## ボンディング

ボンディングとは 2 つ以上の接地線を同じ電位に接続する方法です。この実施には、フィールドサービス ESD ( 静電気放出 ) キットを使用します。ボンディングワイヤを接続する際は、必ずベアメタルに接続します。塗装面や非金属面には接続しないでください。リストバンドは安全を確保するために完全に肌に密着させる必要があります。時計、プレスレット、指輪などの貴金属類はすべてボンディングの前に身体および機器から取り外してください。

## ESD ( 静電気放出 ) 保護

電気パーツを取り扱う際、ESD は重要な懸念事項です。特に、拡張カード、プロセッサ、メモリ DIMM、およびシステムボードなどの静電気に敏感なパーツを取り扱う際に重要です。ほんのわずかな静電気でも、断続的に問題が発生したり、製品寿命が短くなったりするなど、目に見えない損傷が回路に発生することがあります。省電力および高密度設計の向上に向けて業界が前進する中、ESD からの保護はますます大きな懸念事項となってきています。

最近のデル製品で使用されている半導体の密度が高くなっているため、静電気による損傷の可能性は、以前のデル製品よりも高くなっています。このため、以前承認されていたパーツ取り扱い方法の一部は使用できなくなりました。

ESD による障害には、「致命的」および「断続的」の 2 つの障害のタイプがあります。

- **致命的** – 致命的な障害は、ESD 関連障害の約 20 % を占めます。障害によりデバイスの機能が完全に直ちに停止します。致命的な障害の一例としては、静電気ショックを受けたメモリ DIMM が直ちに [No POST/No Video ( POST なし/ビデオなし ) ] 症状を起し、メモリが存在または機能しないことを示すビープコードが鳴るケースが挙げられます。
- **断続的** – 断続的なエラーは、ESD 関連障害の約 80 % を占めます。この高い割合は、障害が発生しても、大半のケースにおいてすぐにはそれを認識することができないことを意味しています。DIMM が静電気ショックを受けたものの、トレースが弱まっただけで、外から見て分かる障害関連の症状はすぐには発生しません。弱まったトレースが機能停止するまでには数週間または数ヶ月かかることがあり、それまでの間に、メモリ整合性の劣化、断続的メモリエラーなどが発生する可能性があります。

認識とトラブルシューティングが困難なのは、「断続的」(「潜在的」または「障害を負いながら機能」とも呼ばれる) 障害です。

ESD による破損を防ぐには、次の手順を実行します。

- 適切に接地された、有線の ESD リストバンドを使用します。ワイヤレスの静電気防止用リストバンドの使用は、現在許可されていません。これらのリストバンドでは、適切な保護がなされません。パーツの取り扱い前にシャーシに触れる方法では、感度が増したパーツを ESD から十分に保護することができません。
- 静電気の影響を受けやすいすべてのコンポーネントは、静電気のない場所で扱います。可能であれば、静電気防止フロアパッドおよび作業台パッドを使用します。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントを輸送用段ボールから取り出す場合は、コンポーネントを取り付ける準備ができるまで、静電気防止梱包材から取り出さないでください。静電気防止パッケージを開ける前に、必ず身体から静電気を放出してください。

- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントを輸送する場合は、あらかじめ静電気防止コンテナまたは静電気防止パッケージに格納します。

## ESD フィールド・サービス・キット

最も頻繁に使用されるサービスキットは、監視されないフィールド・サービス・キットです。各フィールド・サービス・キットは、静電対策マット、リストストラップ、そしてボンディングワイヤーの3つの主要コンポーネントから構成されています。

### ESD フィールド・サービス・キットのコンポーネント

ESD フィールド・サービス・キットのコンポーネントは次のとおりです。

- **静電対策マット** - 静電対策マットは散逸性があるため、サービス手順の間にパーツを置いておくことができます。静電対策マットを使用する際には、リストストラップをしっかりと装着し、ボンディングワイヤーをマットと作業中のシステムの地金部分のいずれかに接続します。正しく準備できたら、サービスパーツを ESD 袋から取り出し、マット上に直接置きます。ESD に敏感なアイテムは、手のひら、ESD マット上、システム内、または ESD 袋内で安全です。
- **リストストラップとボンディングワイヤー** - リストストラップとボンディングワイヤーは、ESD マットが不要な場合に手首とハードウェアの地金部分に直接接続したり、マット上に一時的に置かれたハードウェアを保護するために静電対策マットに接続したりできます。皮膚、ESD マット、そしてハードウェアをつなぐ、リストストラップとボンディングワイヤーの物理的接続をボンディングと呼びます。リストストラップ、マット、そしてボンディングワイヤーが含まれたフィールド・サービス・キットのみを使用してください。ワイヤレスのリストストラップは使用しないでください。リストストラップの内部ワイヤーは、通常の装着によって損傷が発生します。よって、事故による ESD のハードウェア損傷を避けるため、リスト・ストラップ・テスターを使用して定期的に確認する必要があります。リストストラップとボンディングワイヤーは少なくとも週に一度テストすることをお勧めします。
- **ESD リスト・ストラップ・テスター** - ESD ストラップの内側にあるワイヤーは、時間の経過に伴って損傷を受けます。監視されないキットを使用する場合には、サービスコールのたびに定期的にストラップをテストすることがベストプラクティスです。最低でも週に一度テストします。テストには、リスト・ストラップ・テスターを使用することが最善です。リスト・ストラップ・テスターを所有していない場合には、地域オフィスに在庫を問い合わせてください。テストを実行するには、リストストラップを手首に装着した状態で、リストストラップのボンディングワイヤーをテスターに接続し、ボタンを押してテストを行います。テスト合格の場合には緑の LED が点灯し、テスト不合格の場合には赤い LED が点灯し、アラームが鳴ります。
- **絶縁体要素** - プラスチック製のヒートシンクの覆いなど、ESD に敏感なデバイスを、高く帯電していることが多いインシュレータ内蔵パーツから遠ざけることが重要です。
- **作業現場環境** - ESD フィールド・サービス・キットを配備する前に、お客様の場所の状況を評価します。たとえば、サーバ環境用にキットを配備するのと、デスクトップや携帯デバイス用にキットを配備することは異なります。サーバは通常、データセンター内のラックに設置され、デスクトップや携帯デバイスはオフィスのデスク上か、仕切りで区切られた作業場所に配置されます。物品が散乱しておらず ESD キットを広げるために十分な平らな広いエリアを探してください。このとき、修理対象のシステムのためのスペースも考慮してください。また、作業場所に ESD の原因と成り得る絶縁体がないことも確認します。ハードウェアコンポーネントを実際に取り扱う前に、作業場所では常に発泡スチロールおよびその他のプラスチックなどのインシュレータは敏感なパーツから最低 30 cm (12 インチ) 離して置きます。
- **静電気を防止する梱包** - すべての ESD に敏感なデバイスは、静電気の発生しない梱包材で発送および受領する必要があります。メタルアウト/静電気防止袋の使用をお勧めします。なお、損傷した部品は、新しい部品が納品されたときと同じ ESD 保護袋とパッケージを使用して返却される必要があります。ESD 保護袋は折り重ねてテープで封をし、新しい部品が納品されたときの箱に同じエアクッション梱包材をすべて入れてください。ESD に敏感なデバイスは、ESD 保護の作業場でのみパッケージから取り出すようにします。ESD 保護袋では、中身のみ保護されるため、袋の表面に部品を置かないでください。パーツは常に、手の中、ESD マット上、システム内、または静電気防止袋内にあるようにしてください。
- **敏感なコンポーネントの輸送** - 交換用パーツやデルに返却するパーツなど、ESD に敏感なパーツを輸送する場合には、安全に輸送するため、それらのパーツを静電気防止袋に入れることが非常に重要です。

### ESD 保護の概要

すべてのフィールドサービス技術者は、デル製品を保守する際には、従来型の有線 ESD 接地リストバンドおよび保護用の静電対策マットを使用することをお勧めします。さらに技術者は、サービスを行う際に、静電気に敏感なパーツからあらゆる絶縁体パーツを遠ざけ、静電気に敏感なパーツの運搬には静電気防止バッグを使用することが非常に重要です。

### 敏感なコンポーネントの輸送

交換パーツまたはデルに返送する部品など、ESD に敏感なコンポーネントを輸送する場合は、安全輸送用の静電気防止袋にこれらの部品を入れることが重要です。

## 装置の持ち上げ

重量のある装置を持ち上げる際は、次のガイドラインに従います。

**△注意: 50 ポンド以上の装置は持ち上げないでください。常に追加リソースを確保しておくか、機械のリフトデバイスを使用します。**

1. バランスの取れた足場を確保します。足を開いて安定させ、つま先を外に向けます。
2. 腹筋を締めます。腹筋は、持ち上げる際に背骨を支え、負荷の力を弱めます。
3. 背中ではなく、脚を使って持ち上げます。
4. 荷を身体に近づけます。背骨に近づけるほど、背中に及ぶ力が減ります。
5. 荷を持ち上げるときも降ろすときも背中を伸ばしておきます。荷に体重をかけてないでください。身体や背中をねじらないようにします。
6. 反対に荷を置くときも、同じ手法に従ってください。

## PC 内部の作業を終えた後に

**①メモ:** PC 内部にネジが残っていたり、緩んでいたりとすると、PC に深刻な損傷を与える恐れがあります。

1. すべてのネジを取り付けて、PC 内部に外れたネジが残っていないことを確認します。
2. PC での作業を始める前に、取り外したすべての外付けデバイス、周辺機器、ケーブルを接続します。
3. PC での作業を始める前に、取り外したすべてのメディアカード、ディスク、その他のパーツを取り付けます。
4. PC、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
5. PC の電源を入れます。

# テクノロジーとコンポーネント

この章には、システムで使用可能なテクノロジーとコンポーネントの詳細が掲載されています。

## トピック：

- DDR4
- USB の機能
- USB Type-C
- DisplayPort over USB Type-C の利点
- HDMI 2.0
- インテル Optane メモリ

## DDR4

DDR4 (ダブルデータレート第4世代) メモリは、DDR2 および DDR3 テクノロジーを高速化した後継メモリです。DDR3 の容量は DIMM あたり最大 128 GB ですが、DDR4 では最大 512 GB です。ユーザーが間違った種類のメモリをシステムに取り付けるのを避けるため、DDR4 同期ダイナミック ランダム アクセス メモリの設計は、SDRAM および DDR と異なっています。

DDR4 に必要な動作電圧はわずか 1.2 ボルトで、1.5 ボルトを必要とする DDR3 と比較して 20 パーセント低くなっています。DDR4 は、ホスト デバイスがメモリをリフレッシュしなくてもスタンバイに移行できる、ディープ パワーダウン モードもサポートしています。ディープ パワーダウン モードでは、スタンバイ 電力消費量が 40~50 パーセント低減されると期待されています。

## DDR4 の詳細

DDR3 と DDR4 メモリ モジュール間には、以下の微妙な違いがあります。

### 切り込みの違い

DDR4 モジュールの切り込みは、DDR3 モジュールの切り込みとは別の位置にあります。切り込みは両方とも挿入側にありますが、DDR4 の切り込みの位置は若干異なっています。これにより、モジュールが互換性のないボードまたはプラットフォームに取り付けられないようにします。

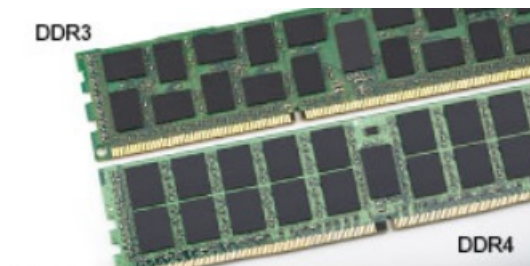


図 1. 切り込みの違い

### 厚み増加

DDR4 モジュールは DDR3 より若干厚く、より多くの信号レイヤーに対応します。

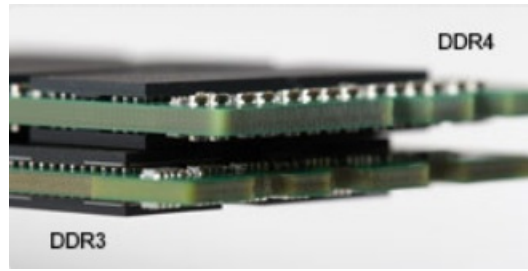


図 2. 厚みの違い

カーブしたエッジ

DDR4 モジュールのエッジはカーブしているため挿入が簡単で、メモリの取り付け時にかかる PCB への圧力を和らげます。



図 3. カーブしたエッジ

## メモリエラー

システムでメモリエラーが発生した場合、「ON-FLASH-FLASH」または「ON-FLASH-ON」という新しい障害コードが表示されます。すべてのメモリが故障した場合、LCD は起動しません。メモリ障害のトラブルシューティングを実行するには、一部のポータブルシステムと同様に、システムの底部またはキーボードの下にあるメモリコネクタで動作確認済みのメモリモジュールを試します。

① **メモ:** DDR4 メモリは基板に埋め込まれており、図や説明で示されているように交換可能な DIMM ではありません。

## USB の機能

USB (ユニバーサルシリアルバス) は 1996 年に導入されました。これにより、ホストコンピューターと周辺機器 (マウス、キーボード、外付けドライバー、プリンターなど) との接続が大幅にシンプルになりました。

表 1. USB の進化

タイプ	データ転送速度	カテゴリ	導入された年
USB 2.0	480 Mbps	High Speed	2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	SuperSpeed	2010
USB 3.1 Gen 2	10 Gbps	SuperSpeed	2013

### USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ( SuperSpeed USB )

長年にわたり、USB 2.0 は、PC 業界の事実上のインターフェイス標準として確実に定着しており、約 60 億個のデバイスがすでに販売されていますが、コンピューティングハードウェアのさらなる高速化と広帯域幅化へのニーズの高まりから、より高速なインターフェイス標準が必要になっています。USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は、理論的には USB 2.0 の 10 倍のスピードを提供することで、このニーズに対する答えをついに実現しました。USB 3.1 Gen 1 の機能概要を次に示します。

- より速い転送速度 (最大 5 Gbps)
- 電力を大量消費するデバイスにより良く適応させるために拡大された最大バスパワーとデバイスの電流引き込み
- 新しい電源管理機能

- 全二重データ転送と新しい転送タイプのサポート
- USB 2.0 の下位互換性
- 新しいコネクタとケーブル

以下のトピックには USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 に関するよくある質問の一部が記載されています。

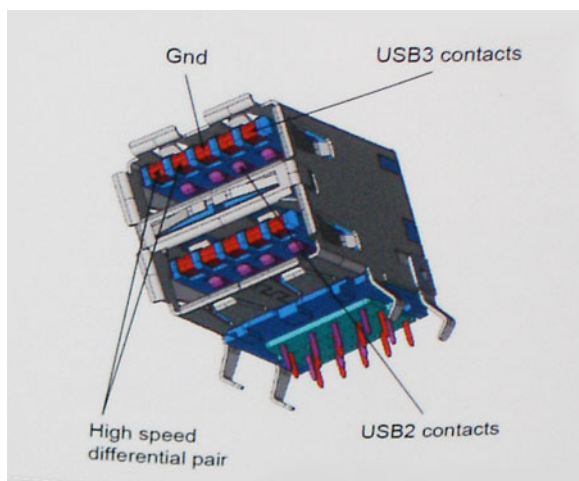


## スピード

現時点で最新の USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 仕様では、Super-Speed、Hi-Speed、および Full-Speed の3つの速度モードが定義されています。新しい SuperSpeed モードの転送速度は 4.8 Gbps です。この仕様では後方互換性を維持するために、Hi-Speed モード (USB 2.0、480 Mbps) および Full-Speed モード (USB 1.1、12 Mbps) の低速モードもサポートされています。

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は次の技術変更によって、パフォーマンスをさらに向上させています。

- 既存の USB 2.0 バスと並行して追加された追加の物理バス (以下の図を参照)。
- USB 2.0 には 4 本のワイヤ (電源、接地、および差分データ用の 1 組) がありましたが、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 では 2 組の差分信号 (送受信) 用にさらに 4 本追加され、コネクタとケーブルの接続は合計で 8 個になります。
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は、USB 2.0 の半二重配置ではなく、双方向データ インターフェイスを使用します。これにより、帯域幅が理論的に 10 倍に増加します。



高精度ビデオコンテンツ、テラバイトのストレージ デバイス、超高解像度のデジタル カメラなどのデータ転送に対する要求がますます高まっている現在、USB 2.0 は十分に高速ではない可能性があります。さらに、理論上の最大スループットである 480 Mbps を達成する USB 2.0 接続は存在せず、現実的なデータ転送率は最大で約 320 Mbps (40 MB/s) となっています。同様に、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 接続が 4.8 Gbps のスループットを達成することはありません。実際には、オーバーヘッドを含めて 400 MB/s の最大転送率であると想定されますが、このスピードでも、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は USB 2.0 の 10 倍向上しています。

## 用途

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 により、デバイスで転送率が向上し、帯域幅に余裕ができるので、全体的なエクスペリエンスが向上します。以前の USB ビデオは、最大解像度、レイテンシー、およびビデオ圧縮のそれぞれの観点でほとんど使用に耐えないものでしたが、利用可能な帯域幅が 5~10 倍になれば、USB ビデオソリューションの有用性ははるかに向上することが容易に想像できます。単一リンクの DVI では、約 2 Gbps のスループットが必要です。480 Mbps では制限がありましたが、5 Gbps では十分すぎるほどの帯域幅が実現します。4.8Gbps のスピードが見込めることで、新しいインターフェイス標準の利用範囲は、以前は USB 領域ではなかった外部 RAID ストレージ システムのような製品へと拡大する可能性があります。

以下に、使用可能な SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 の製品の一部をリストアップします。

- デスクトップ用外付け USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ハード ドライブ
- ポータブル USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ハード ドライブ
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ドライブ ドックおよびアダプター
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 フラッシュ ドライブおよびリーダー

- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ソリッドステート ドライブ
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID
- オプティカルメディアドライブ
- マルチメディアドライブ
- ネットワーキング
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 アダプター カードおよびハブ

## 互換性

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は最初から慎重に計画されており、USB 2.0 との互換性を完全に維持しています。まず、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 では新しいプロトコルの高速能力を利用するために、新しい物理接続と新しいケーブルが指定されていますが、コネクタ自体は、4 か所の USB 2.0 接点と同じ場所にある同じ長方形のままです。USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ケーブルには独立してデータを送受信するための 5 つの新しい接続があり、これらは、適切な SuperSpeed USB 接続に接続されている場合にのみ接続されません。

## USB Type-C

USB Type-C は、とても小さな新しい物理コネクタです。コネクタ自身で USB 3.1 や USB PD ( USB Power Delivery ) などのさまざまな新しい USB 規格をサポートできます。

## Alt モード

USB Type-C は、とても小さな新しいコネクタ規格で、サイズは古い USB Type-A プラグの約 3 分の 1 です。すべてのデバイスで利用できる単一のコネクタ規格です。USB Type-C ポートは、「代替モード」を使用してさまざまなプロトコルをサポートできるので、単一の USB ポートから HDMI、VGA、DisplayPort、またはその他の接続タイプを出力できるアダプタを持つことができます。

## USB Power Delivery ( USB による電源供給 )

USB PD 仕様は、USB Type-C と密接に絡み合っています。現在、スマートフォン、タブレット、その他のモバイル デバイスは、充電に USB 接続を使用することがほとんどです。USB 2.0 接続は最大 2.5 ワットの電力を提供しますが、これは電話を充電できる程度です。たとえば、ノートパソコンは最大 60 ワットを必要とします。USB Power Delivery の仕様は、この電力供給を 100 ワットに引き上げます。双方向なので、デバイスは電源を送受信できます。この電力は、デバイスが接続を介してデータを転送すると同時に転送できます。

これにより、独自のノートパソコン充電ケーブルは必要なくなり、標準 USB 接続ですべて充電できます。今日からは、スマートフォンやその他のポータブル デバイスを充電しているポータブル バッテリー パックの 1 つを使ってノートパソコンを充電できます。ノートパソコンを電源ケーブルに接続された外部ディスプレイにつなぐと、使用している間にその外部ディスプレイがノートパソコンを充電してくれます。すべては小さな USB Type-C 接続を介して行われます。これを使用するには、デバイスとケーブルが USB Power Delivery をサポートしている必要があります。USB Type-C 接続があるだけでは、充電できるわけではありません。

## USB Type-C および USB 3.1

USB 3.1 は、新しい USB 規格です。USB 3 の理論上の帯域幅は 5 Gbps であり、USB 3.1 Gen 1 と同じです。また USB 3.1 Gen 2 の帯域幅は 10 Gbps です。2 倍の帯域幅を持ち、第 1 世代の Thunderbolt コネクタ並みに高速です。USB Type-C は USB 3.1 と同じものではありません。USB Type-C は単なるコネクタの形状で、基盤となるテクノロジーは USB 2 または USB 3.0 です。実際、Nokia の N1 Android タブレットは USB Type-C コネクタを使用していますが、基盤は USB 2.0 であり、USB 3.0 でさえありません。ただし、これらのテクノロジーは密接に関連しています。

## DisplayPort over USB Type-C の利点

- フル DisplayPort A/V ( オーディオ/ビデオ ) パフォーマンス ( 60 Hz で最大 4K )
- リバーシブル プラグの向きとケーブルの向き
- VGA、アダプタ付 DVI との下位互換性
- SuperSpeed USB ( USB 3.1 ) データ

- HDMI 2.0a をサポートし、前のバージョンと下位互換性があります

## HDMI 2.0

このトピックでは、HDMI 2.0 とその機能について利点と合わせて説明します。

HDMI ( 高精細度マルチメディアインタフェース ) は、業界から支持される、非圧縮、全デジタルオーディオ / ビデオインタフェースです。HDMI は、DVD プレーヤーや A/V レシーバーなどの互換性のあるデジタルオーディオ / ビデオソースと、デジタル TV ( DTV ) などの互換性のあるデジタルオーディオ / ビデオモニター間のインタフェースを提供します。HDMI の対象とされる用途はテレビおよび DVD プレーヤーです。主な利点は、ケーブルの削減とコンテンツ保護プロビジョニングです。HDMI は、標準、拡張、または高解像度ビデオと、単一ケーブル上のマルチチャンネルデジタルオーディオをサポートします。

### HDMI 2.0 の機能

- **HDMI イーサネットチャンネル** - 高速ネットワークを HDMI リンクに追加すると、ユーザーは別のイーサネットケーブルなしで IP 対応デバイスをフル活用できます。
- **オーディオリターンチャンネル** - チューナー内蔵の HDMI 接続 TV で、別のオーディオケーブルの必要なくオーディオデータ「アップストリーム」をサラウンドオーディオシステムに送信できます。
- **3D - メジャー** な 3D ビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを定義し、本当の 3D ゲームと 3D ホームシアターアプリケーションの下準備をします。
- **コンテンツタイプ** - ディスプレイとソースデバイス間のコンテンツタイプのリアルタイム信号伝達によって、TV でコンテンツタイプに基づく画像設定を最適化できます。
- **追加のカラースペース** - デジタル写真やコンピュータグラフィックスで使用される追加のカラーモデルに対するサポートを追加します。
- **4K サポート** - 1080p をはるかに超えるビデオ解像度を可能にし、多くの映画館で使用されるデジタルシネマシステムに匹敵する次世代ディスプレイをサポートします。
- **HDMI マイクロコネクタ** - 1080p までのビデオ解像度をサポートする、電話やその他のポータブルデバイス用の新しく小さいコネクタです。
- **車両用接続システム** - 真の HD 品質を配信しつつ、自動車環境に特有の需要を満たすように設計された、車両用ビデオシステムの新しいケーブルとコネクタです。

### HDMI の利点

- 高品質の HDMI で、鮮明で最高画質の非圧縮のデジタルオーディオとビデオを転送します。
- 低コストの HDMI は、簡単に効率の良い方法で非圧縮ビデオ形式をサポートすると同時に、デジタルインタフェースの品質と機能を提供します。
- オーディオ HDMI は、標準ステレオからマルチチャンネルサラウンドサウンドまで複数のオーディオ形式をサポートします。
- HDMI は、ビデオとマルチチャンネルオーディオを 1 本のケーブルにまとめることで、A/V システムで現在使用している複数のケーブルの費用、複雑さ、混乱を取り除きます。
- HDMI はビデオソース ( DVD プレーヤーなど ) と DTV 間の通信をサポートし、新しい機能に対応します。

## インテル Optane メモリ

インテル Optane メモリはストレージアクセラレーターとしてのみ機能します。お使いのコンピューターに搭載されているメモリ ( RAM ) に取って代わるものでも、それを追加するものでもありません。

**① メモ:** インテル Optane メモリは、次の要件を満たすコンピューターでサポートされます。

- 第 7 世代以降のインテル Core i3/i5/i7 プロセッサ
- Windows 10 64 ビットバージョン 1607 以降
- インテル ラピッドストレージテクノロジー ドライババージョン 15.9.1.1018 以降

表 2. インテル Optane メモリの仕様

特長	仕様
インタフェース	PCIe 3x2 NVMe 1.1

表 2. インテル Optane メモリの仕様 ( 続き )

特長	仕様
コネクタ	M.2 カード スロット ( 2230/2280 )
サポートされている構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第 7 世代以降のインテル Core i3/i5/i7 プロセッサ</li> <li>● Windows 10 64 ビット バージョン 1607 以降</li> <li>● インテル ラピッド ストレージ テクノロジー ドライバ バージョン 15.9.1.1018 以降</li> </ul>
容量	32 GB

## インテル Optane メモリの有効化

1. タスクバーで検索ボックスをクリックし、「**Intel Rapid Storage Technology**」と入力します。
2. [**Intel Rapid Storage Technology**] をクリックします。
3. [**Status**] タブで [**Enable**] をクリックし、インテル Optane メモリを有効にします。
4. 警告画面で互換性のある高速ドライブを選択し、[**Yes**] をクリックして、インテル Optane メモリの有効化を続行します。
5. [**Intel Optane memory**] > [**Reboot**] をクリックし、インテル Optane メモリを有効にします。

**メモ:** 完全なパフォーマンス メリットを得るには、有効化後、アプリケーションは最大で 3 回の起動が必要になる可能性があります。

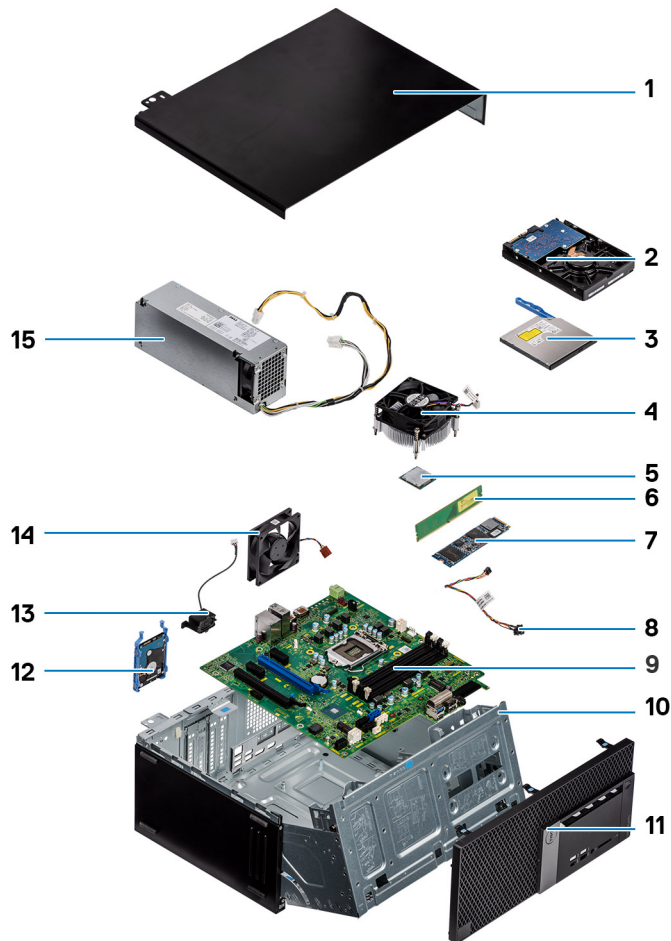
## インテル Optane メモリの無効化

**注意:** インテル Optane メモリの無効化後、インテル Rapid Storage Technology のドライバをアンインストールしないでください。ブルー スクリーンのエラーが発生します。インテル Rapid Storage Technology のユーザー インターフェイスは、ドライバをアンインストールせずに削除できます。

**メモ:** インテル Optane メモリの無効化は、インテル Optane メモリ モジュールによって高速化された SATA ストレージ デバイスをコンピューターから取り外す前に行う必要があります。

1. タスクバーで検索ボックスをクリックし、「**Intel Rapid Storage Technology**」と入力します。
2. [**Intel Rapid Storage Technology**] をクリックします。[**Intel Rapid Storage Technology**] ウィンドウが表示されます。
3. [**Intel Optane memory**] タブで [**Disable**] をクリックし、インテル Optane メモリを無効にします。
4. 警告を受け入れる場合は、[**Yes**] をクリックします。無効化の進行状況が表示されます。
5. [**Reboot**] をクリックして、インテル Optane メモリの無効化を完了し、コンピューターを再起動します。

## システムの主要なコンポーネント



1. サイドカバー
2. 3.5 インチ ハード ドライブ アセンブリー
3. 光学ドライブ
4. ヒートシンク アセンブリー
5. プロセッサ
6. メモリー モジュール
7. M.2 PCIe SSD
8. 電源ボタン
9. システム ボード
10. 前面パネル ドア
11. ベゼル
12. 2.5 インチ ハード ドライブ アセンブリー
13. スピーカー
14. システム ファン
15. 電源供給ユニット

**①** **メモ:** デルでは、システム購入時の初期構成のコンポーネントとパーツ番号のリストを提供しています。これらのパーツは、お客様が購入した保証対象に応じて提供されます。購入オプションについては、デルのセールス担当者にお問い合わせください。

# コンポーネントの取り外しと取り付け

**①メモ:** 本書の画像は、ご注文の構成によってお使いの PC と異なる場合があります。

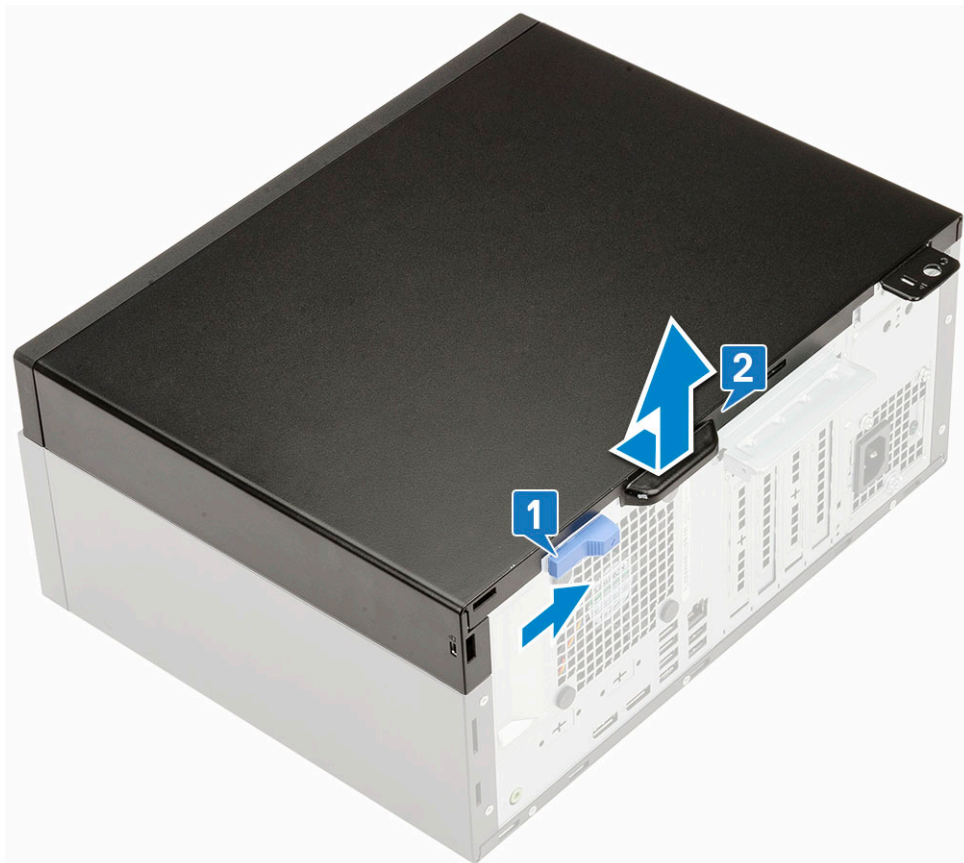
## トピック：

- ・ サイドカバー
- ・ ベゼル
- ・ 前面パネル ドア
- ・ ハードドライブアセンブリ — 3.5 インチおよび 2.5 インチ
- ・ オプティカルドライブ
- ・ M.2 PCIe SSD
- ・ SD カードリーダー
- ・ メモリモジュール
- ・ 拡張カード
- ・ オプションの VGA モジュール
- ・ 電源装置ユニット
- ・ インترلージョンスイッチ
- ・ 電源ボタン
- ・ スピーカー
- ・ コイン型電池
- ・ ヒートシンク ファン
- ・ ヒートシンク
- ・ プロセッサ
- ・ システムファン
- ・ システム基板
- ・ 前面パネル ドア
- ・ 3.5 インチ ハードドライブ
- ・ 2.5 インチ ハードドライブアセンブリ
- ・ オプティカルドライブ
- ・ M.2 SSD
- ・ SD カードリーダー
- ・ メモリモジュール
- ・ 拡張カード
- ・ 電源装置ユニット
- ・ インترلージョンスイッチ
- ・ 電源ボタン
- ・ スピーカー
- ・ コイン型電池
- ・ ヒートシンク ファン
- ・ ヒートシンクアセンブリ
- ・ プロセッサ
- ・ システムファン
- ・ オプションの VGA モジュール
- ・ システム基板

# サイドカバー

## サイドカバーの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. カバーを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. リリース ラッチをスライドさせて、カバーをシステムから外します [1]。
  - b. カバーをシステムの後方にスライドさせ、持ち上げてシステムから取り外します [2]。



## サイドカバーの取り付け

1. サイドカバーを取り付けるには、以下の手順を実行します。
  - a. システムにカバーをセットし、カチッと所定の位置に収まるまで前方にスライドさせます。



2. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## ベゼル

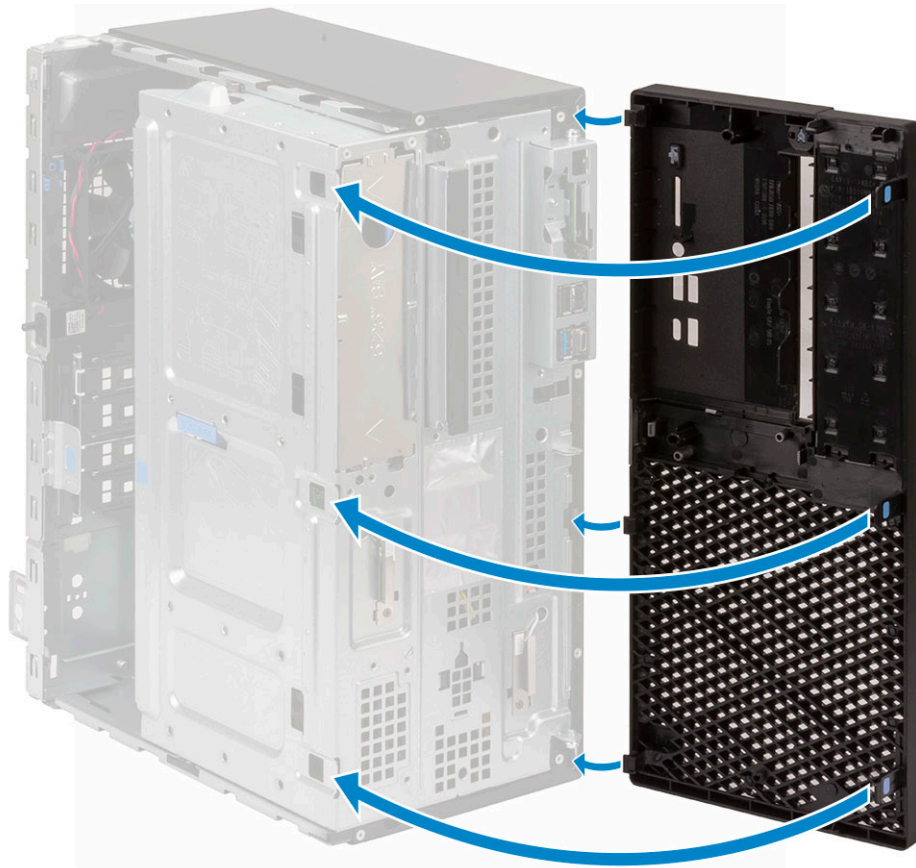
### 前面ベゼルの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. サイドカバーを取り外します。
3. 前面ベゼルを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. 固定タブを持ち上げて前面ベゼルをシステムから外します。
  - b. 前面ベゼルをシステムから取り外します。



## 前面ベゼルの取り付け

1. 前面ベゼルを取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. タブホルダーがシステムシャーシのスロットに合うようにベゼルの位置を調整します。
  - b. タブがカチッと所定の位置に収まるまで、ベゼルを押し込みます。



2. サイドカバーを取り付けます。
3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## 前面パネル ドア

### 前面パネル ドアを開く

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル

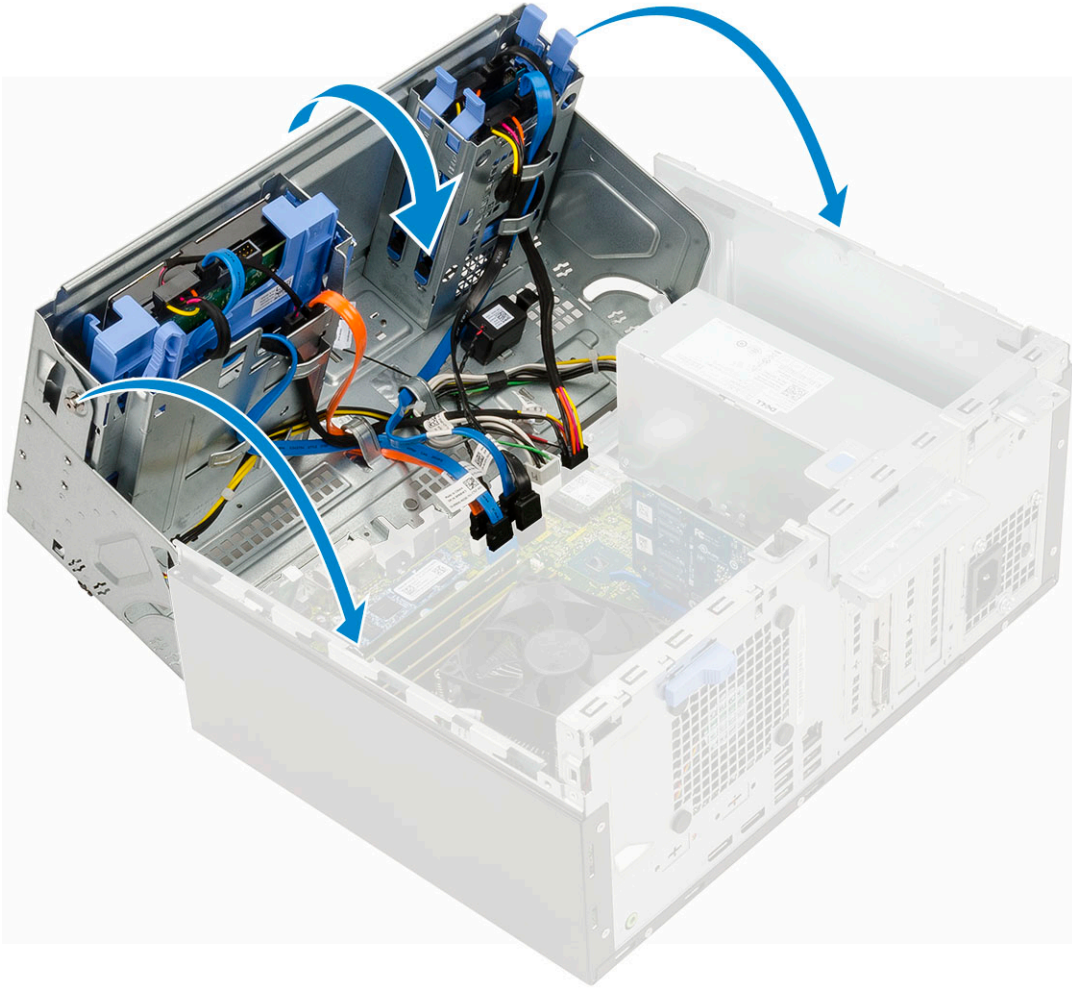
**△ 注意:** 前面パネルドアは限られた範囲内でのみ開きません。許容範囲の上限については、前面パネル ドアに印刷された画像を参照してください。

3. 前面パネルドアを引いて開きます。



## 前面パネル ドアを閉じる

1. 前面パネル ドアを回転させて閉じます。

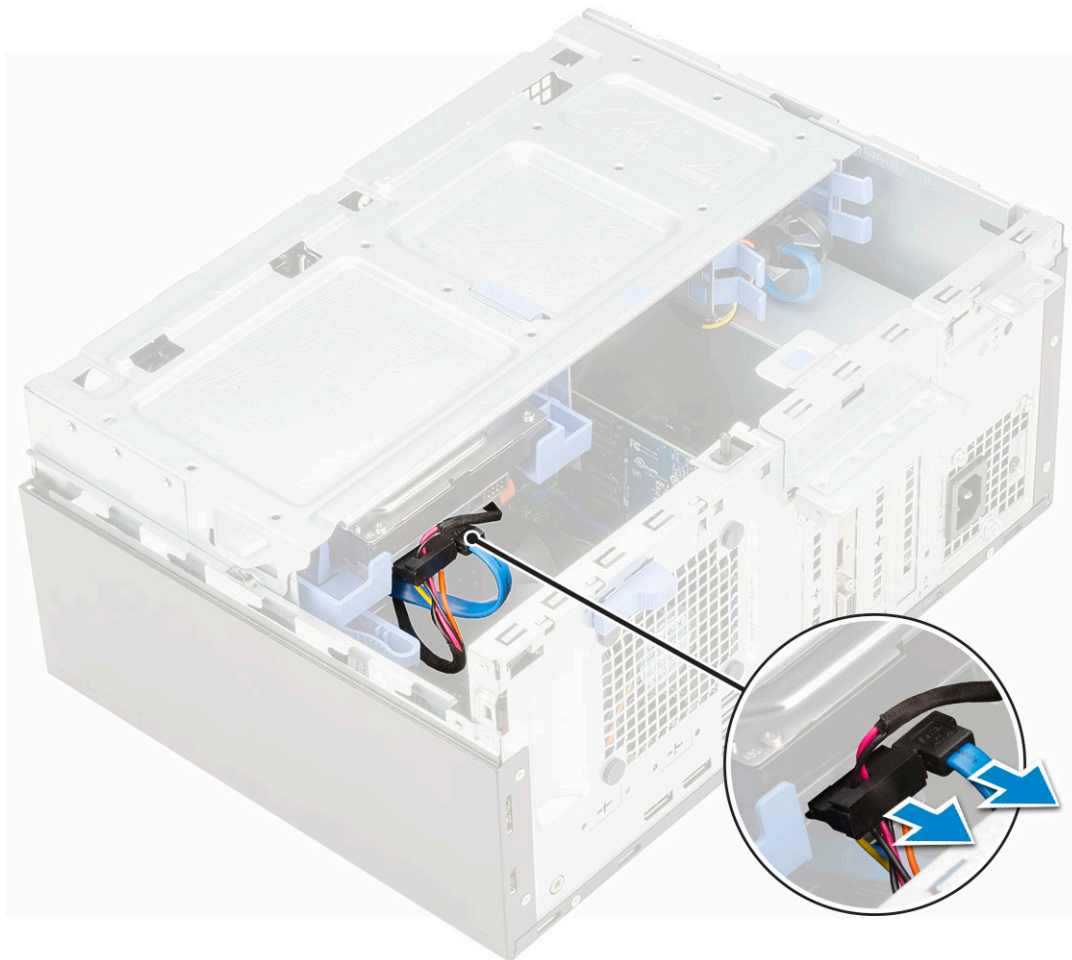


2. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

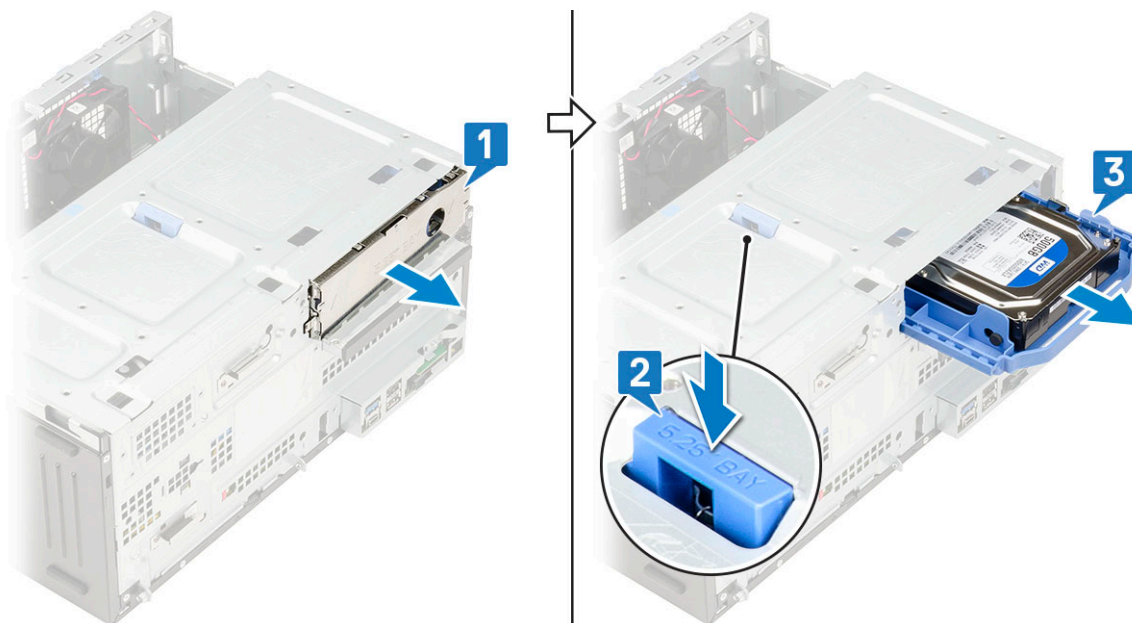
## ハードドライブアセンブリ — 3.5 インチおよび 2.5 インチ

### 3.5 インチ ハードドライブアセンブリの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. ハードドライブアセンブリを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. SATA ケーブルと電源ケーブルをハードドライブのコネクタから外します。

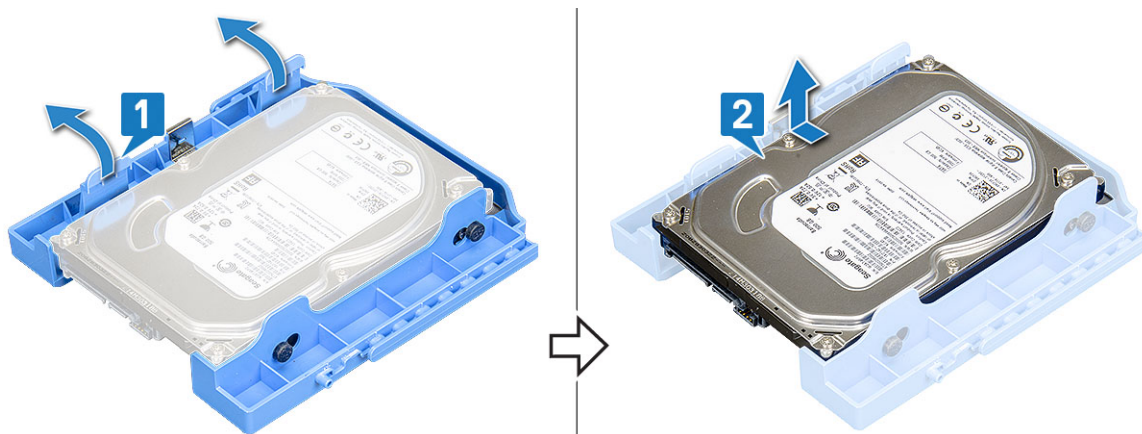


- b. HDD フィラーブラケットをシステムから取り外します [1]。
- c. 青色のタブを押して [2]、ハードドライブアセンブリーをシステムから引き出します [3]。



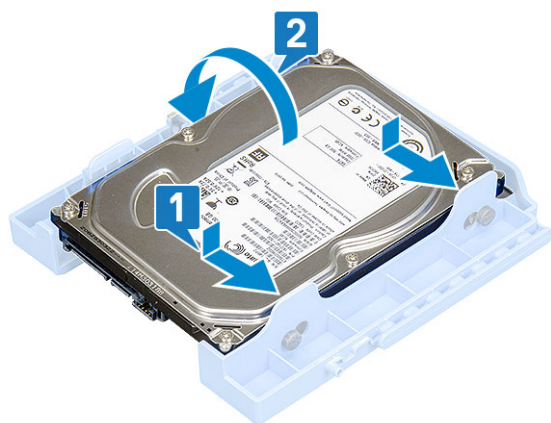
## ハードドライブブラケットからの3.5インチハードドライブの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. 3.5インチ HDD アセンブリ
3. ハードドライブを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. ハードドライブブラケットの片側を引いて、ブラケットのピンをハードドライブのロットから外します [1]。
  - b. ハードドライブを持ち上げてハードドライブブラケットから取り外します [2]。



## ハードドライブブラケットへの3.5インチハードドライブの取り付け

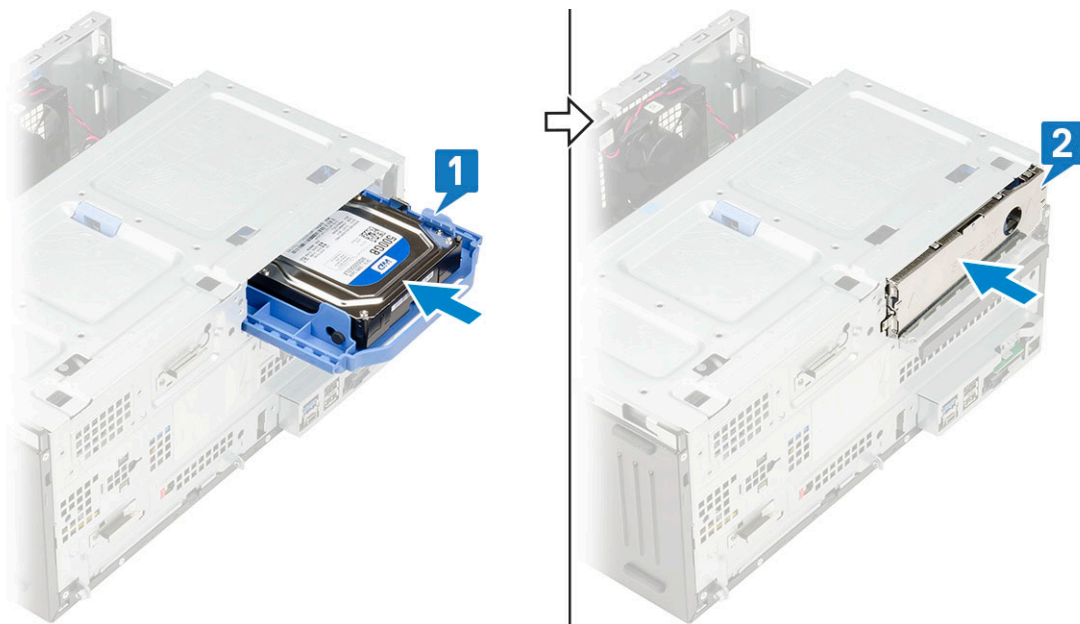
1. ハードドライブを取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. ハードドライブをハードドライブブラケットの側面に揃え、もう一方の側面にあるタブを引いて、ブラケットのピンをハードドライブに挿入します [1]。
  - b. ハードドライブをカチッと所定の位置に収まるまで、ハードドライブブラケットに挿入します [2]。



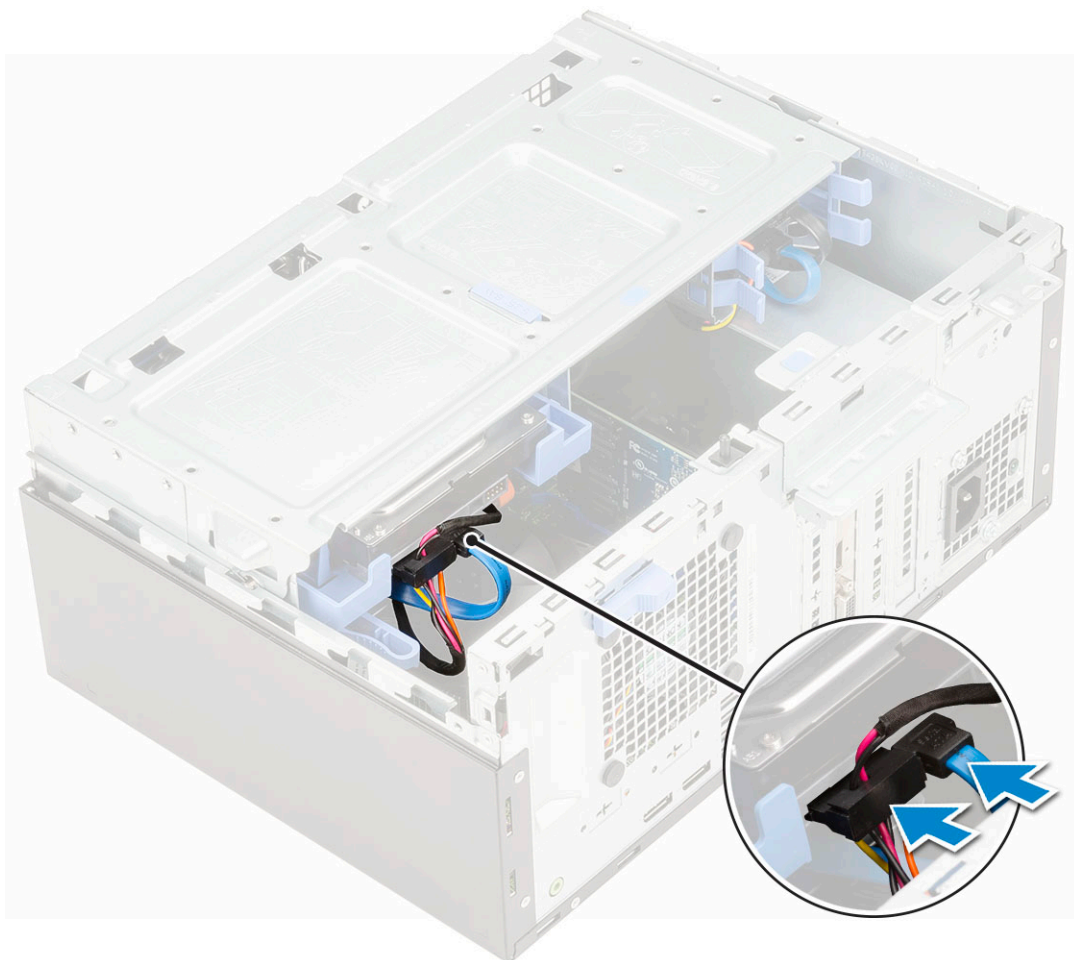
2. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 3.5インチハードドライブアセンブリ
  - b. 前面ベゼル
  - c. サイドカバー
3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## 3.5 インチ ハードドライブアセンブリーの取り付け

1. カチッと所定の位置に収まるまで、ハードドライブアセンブリーをシステムのスロットに差し込みます [1]。
2. HDD フィラーブラケットを取り付けます [2]。



3. SATA ケーブルと電源ケーブルをハードドライブのコネクタに接続します。

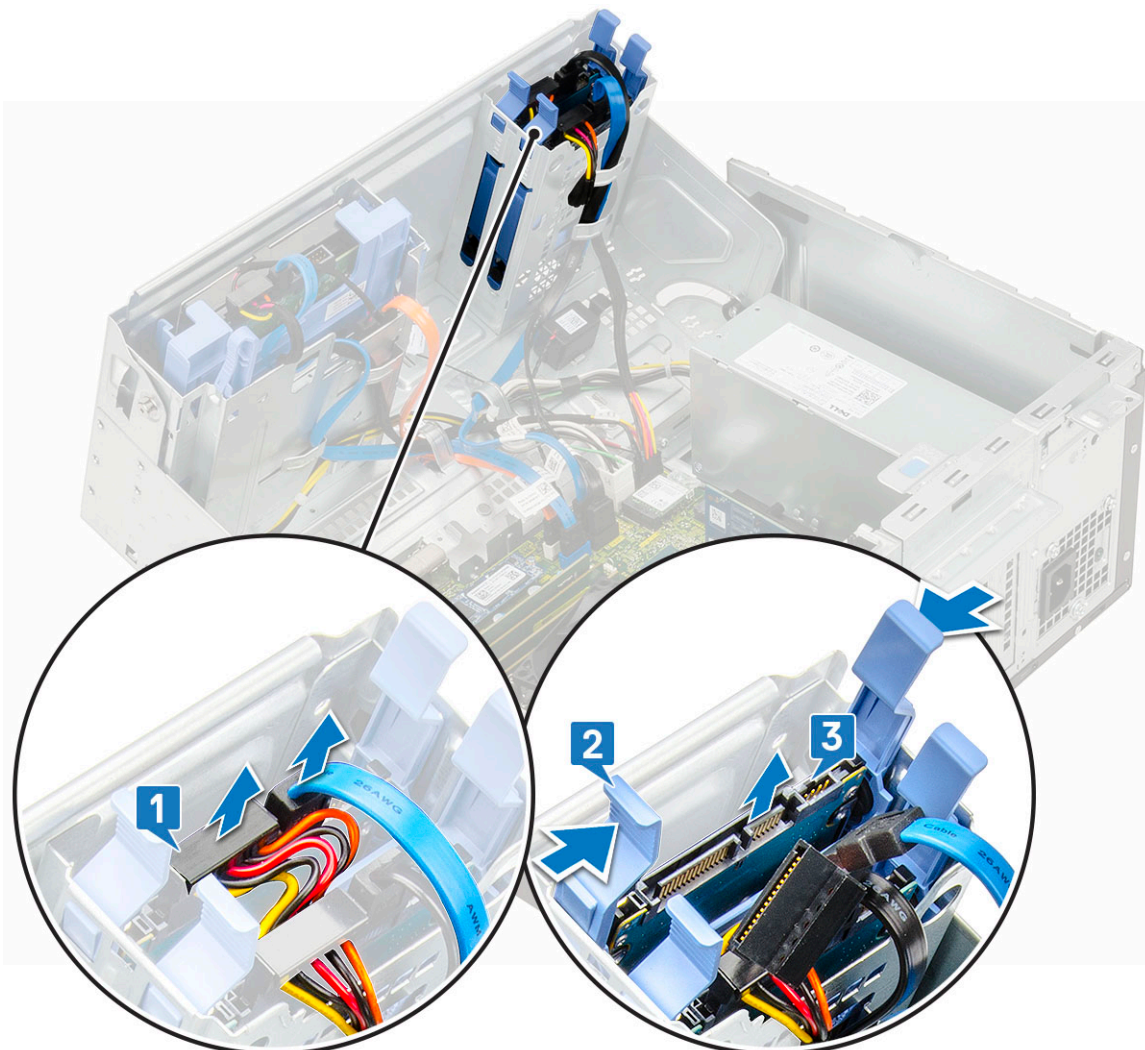


4. 次のコンポーネントを取り付けます。

- a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## 2.5 インチ ハードドライブアセンブリの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. ハードドライブアセンブリを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. ハードドライブ データ ケーブルと電源ケーブルを 2.5 インチ ハードドライブのコネクタから外します [1]。
  - b. 両側のアセンブリの青色のタブを押して [2]、ハードドライブアセンブリをシステムから引き出します [3]。

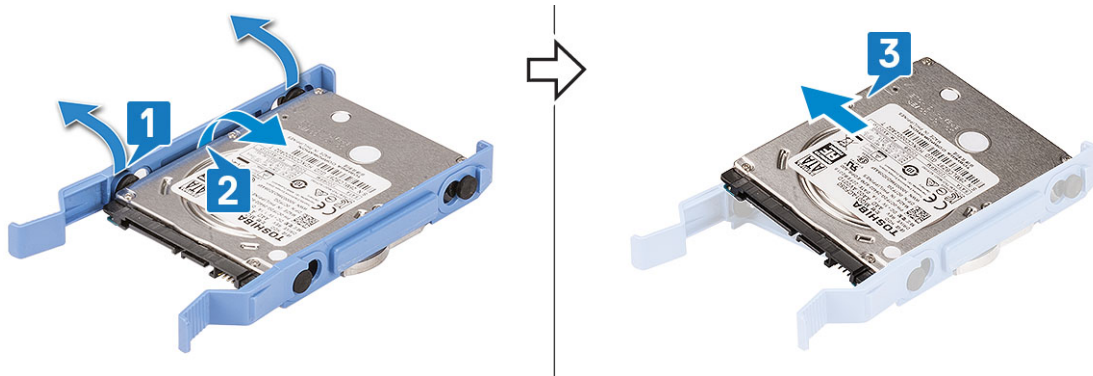


## ドライブブラケットからの 2.5 インチ ドライブの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル

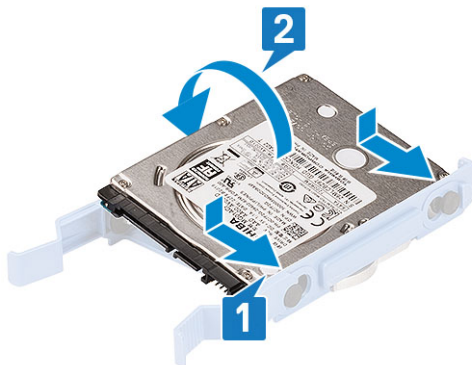
c. 2.5インチハードドライブアセンブリー

3. ドライブを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. ドライブブラケットの片側を引いて、ブラケットのピンをドライブのスロットから外します [1]。
  - b. ドライブを持ち上げてドライブブラケットから取り外します [2]。
  - c. ドライブをブラケットから取り外します [3]。



## ハードドライブブラケットへの2.5インチハードドライブの取り付け

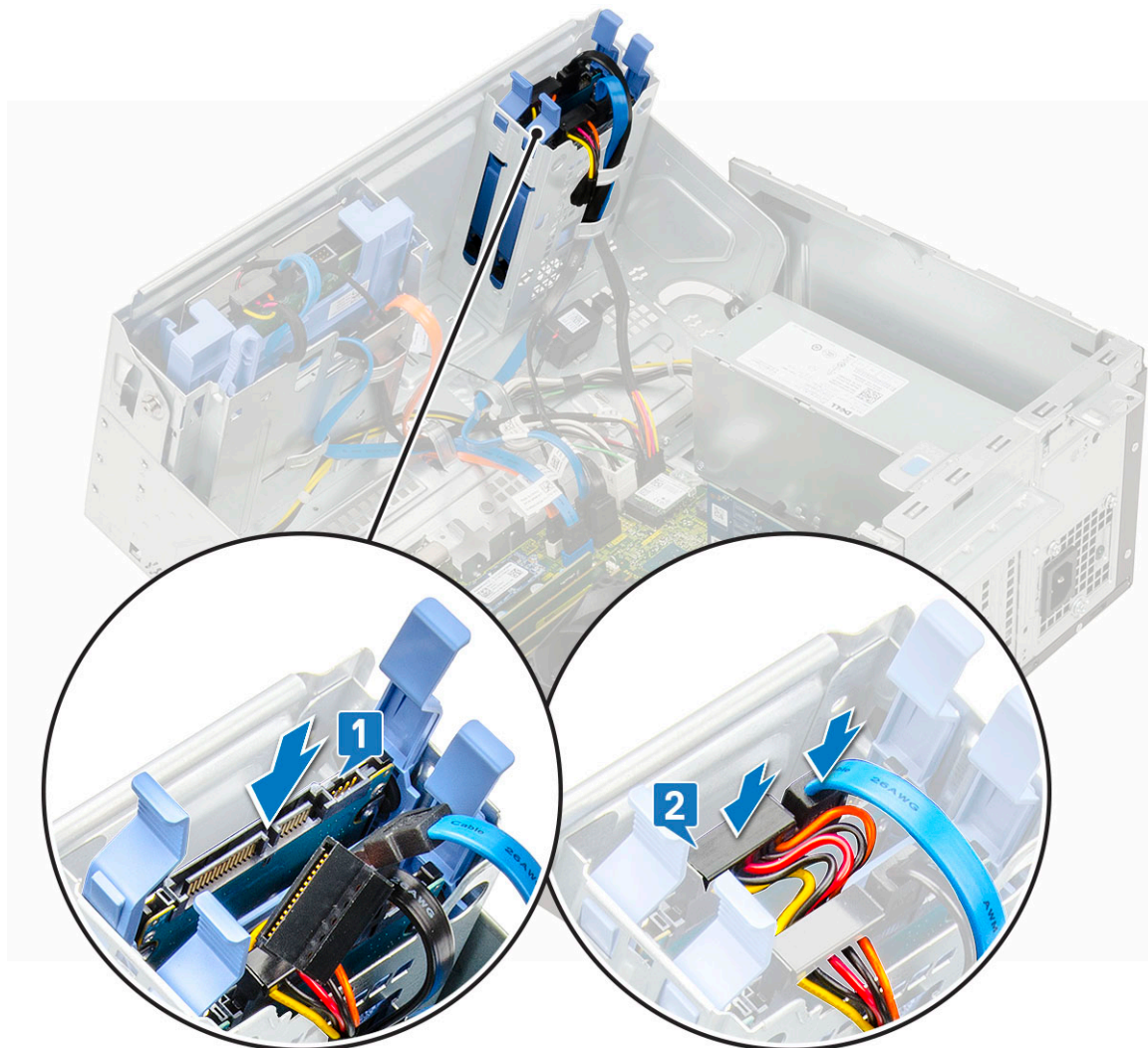
1. ハードドライブを取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. ハードドライブをハードドライブブラケットの側面に揃え、もう一方の側面にあるタブを引いて、ブラケットのピンをハードドライブに挿入します。
  - b. ハードドライブをカチッと所定の位置に収まるまで、ハードドライブブラケットに挿入します [1]。
  - c. ハードドライブをカチッと所定の位置に収まるまで、ハードドライブブラケットに挿入します [2]。



2. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 2.5インチハードドライブアセンブリー
  - b. 前面ベゼル
  - c. サイドカバー
3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## 2.5インチドライブアセンブリーの取り付け

1. ハードドライブを取り付けるには、以下の手順を実行します。
  - a. ハードドライブアセンブリーをカチッと所定の位置に収まるまで、システムのスロットに差し込みます [1]。
  - b. ハードドライブデータケーブルと電源ケーブルを2.5インチハードドライブのコネクタに接続します [2]。



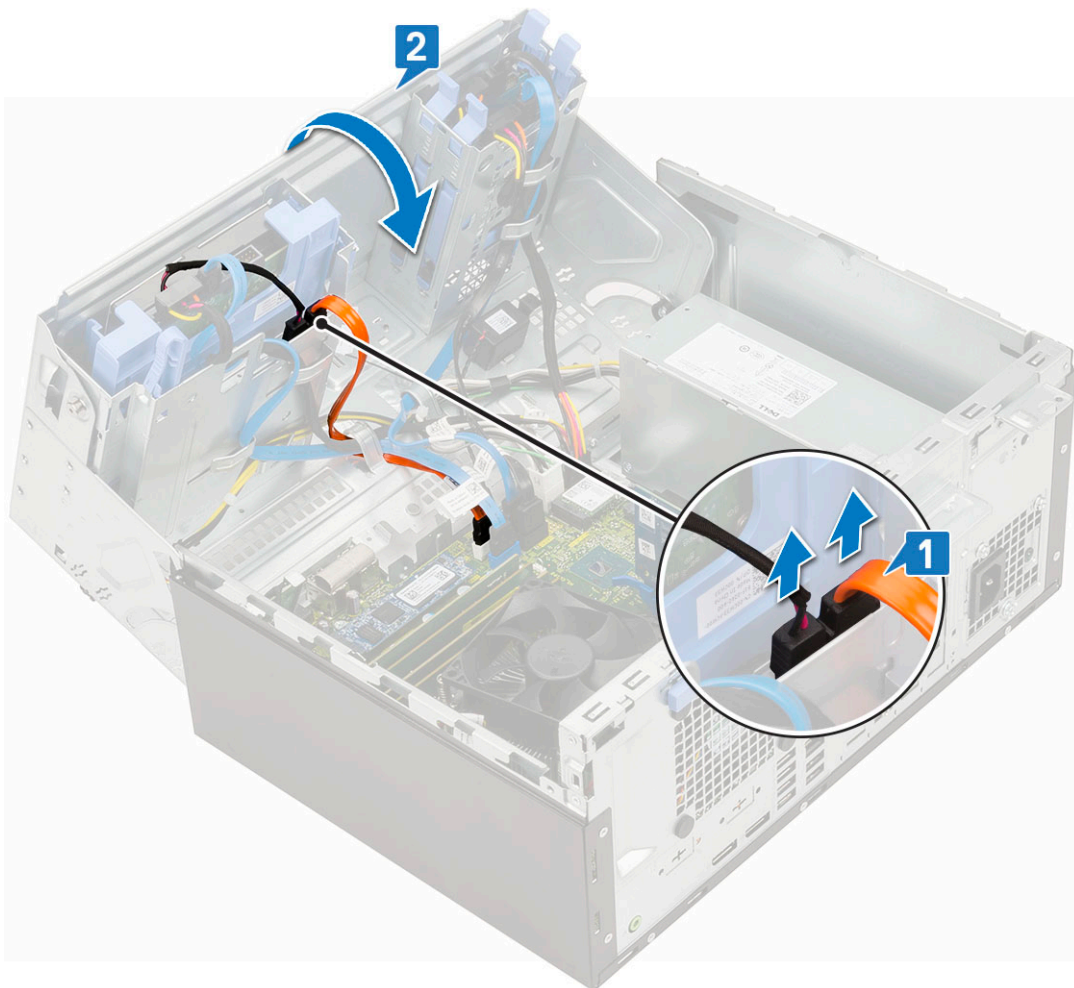
2. 前面パネル ドアを閉じます。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」 の手順に従います。

## オプティカルドライブ

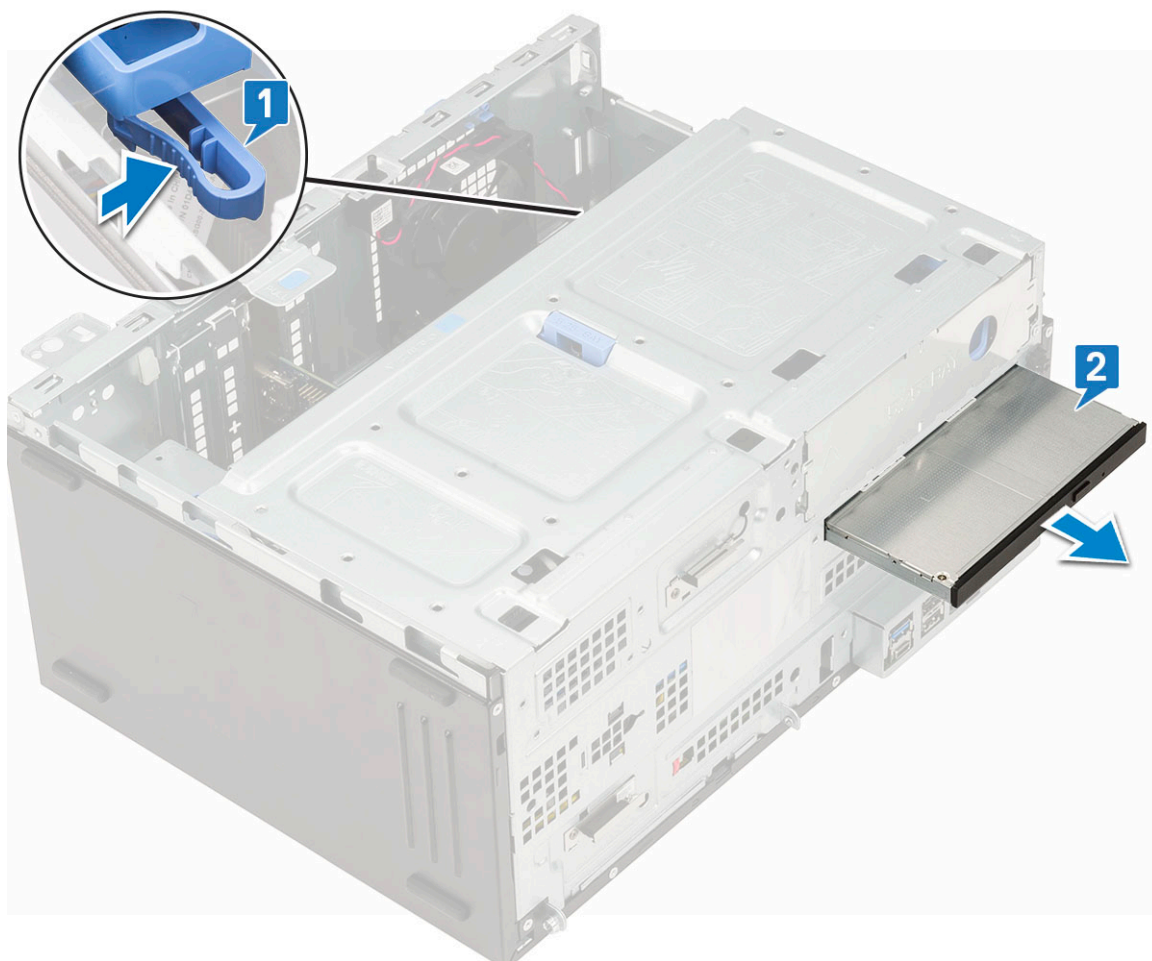
### オプティカルドライブの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」 の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. 光学ドライブ アセンブリーを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. データ ケーブルと電源ケーブルを光学ドライブのコネクタから外します [1]。
 

**① メモ:** ドライブケースの下のタブからケーブルの配線を外して、コネクタからケーブルを外せるようにしなければならない場合があります。
  - b. 前面パネル ドアを閉じます [2]。

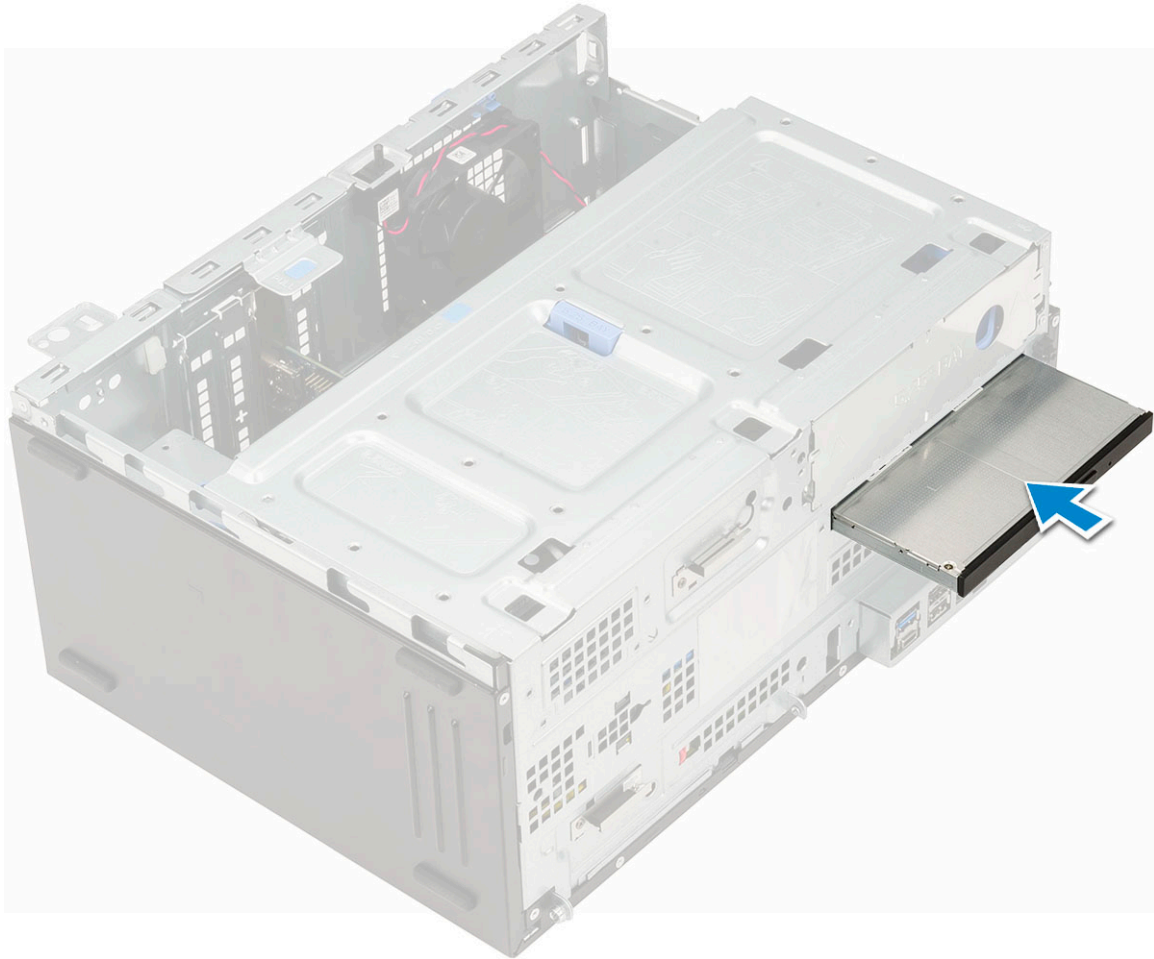


c. 青色のリリースタブを押して [1]、光学ドライブをシステムから引き出します [2]。

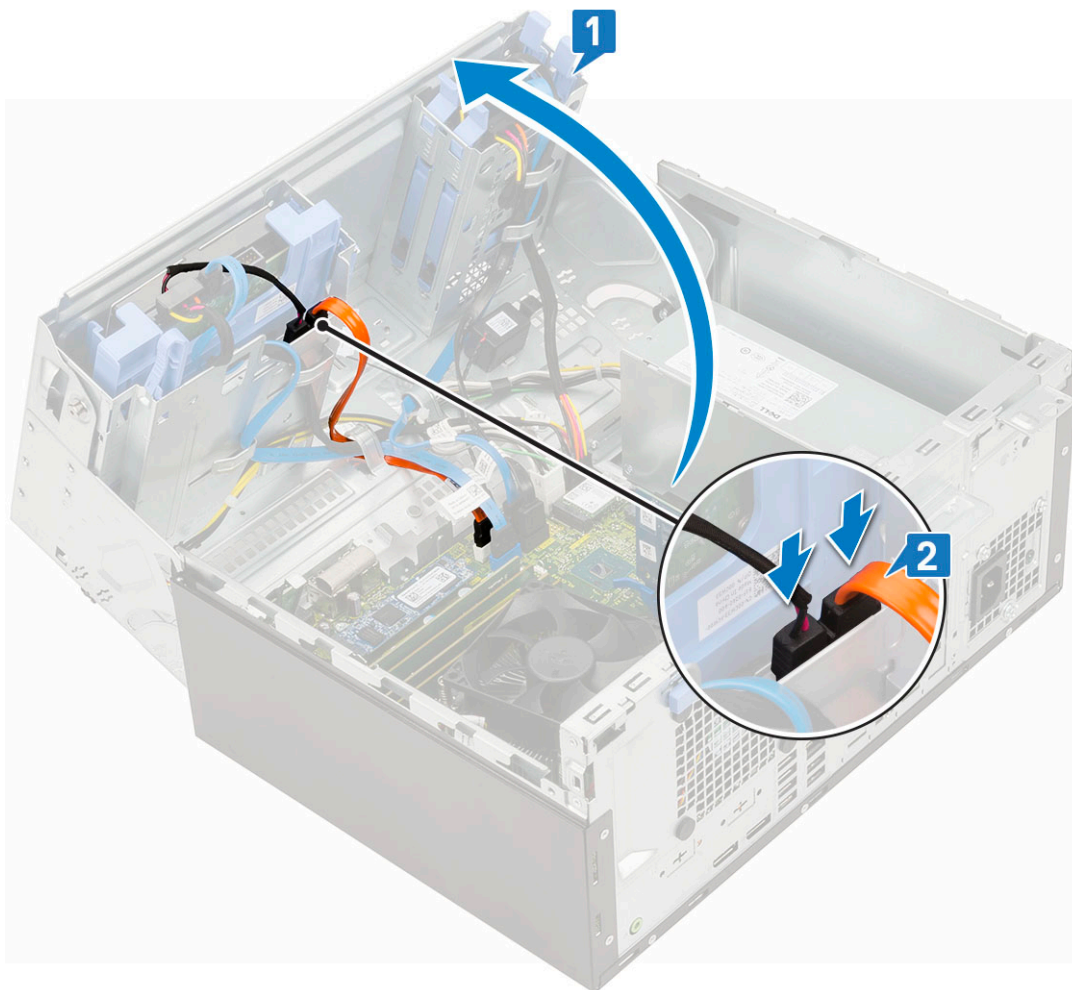


## 光学ドライブの取り付け

1. 光学ドライブを取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. 前面パネルドアを閉じます。
  - b. オプティカルドライブをカチッと所定の位置に固定されるまで、オプティカルドライブベイに差し込みます。



- c. 前面パネル ドアを開きます [1]。
- d. ドライブ ケージの下にケーブルを配線します。
- e. 光学ドライブのデータ ケーブルと電源ケーブルを光学ドライブのコネクタに接続します [2]。

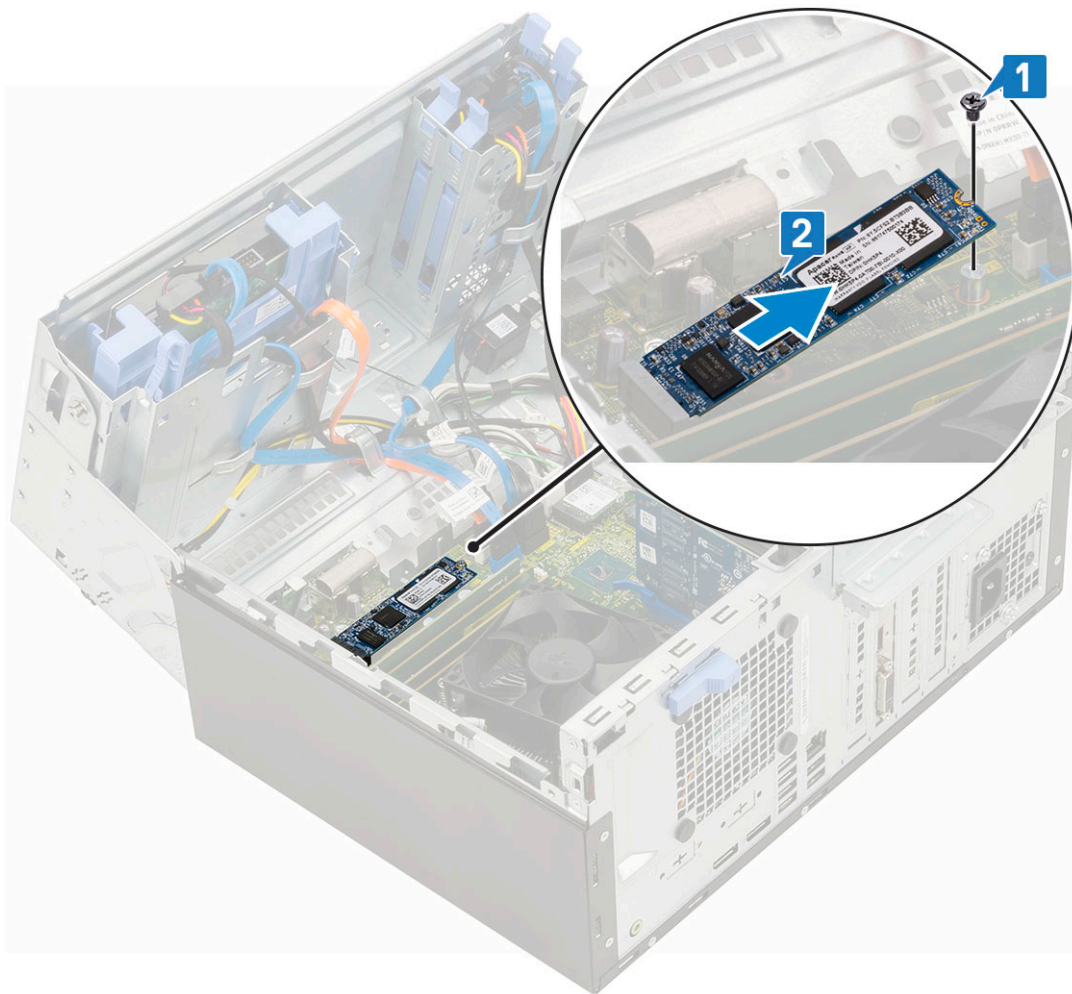


2. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## M.2 PCIe SSD

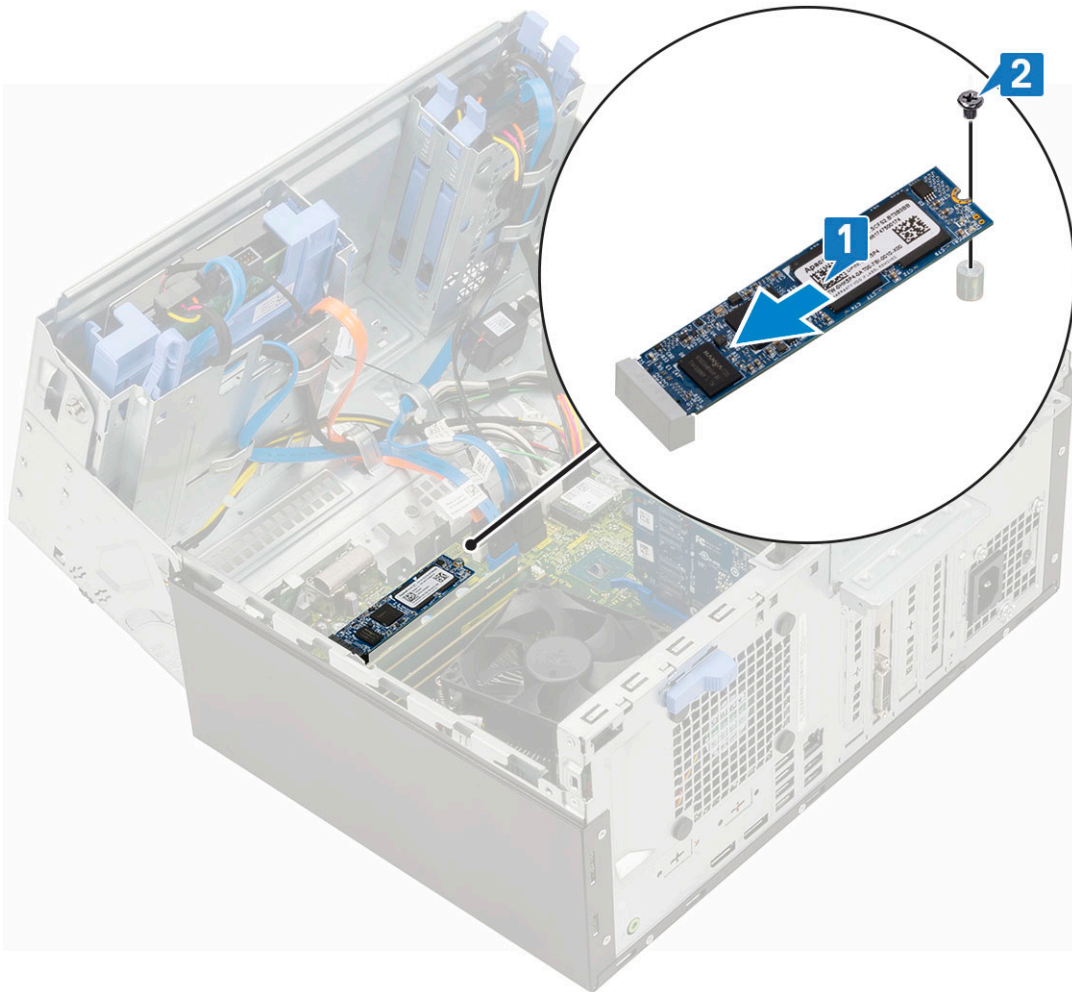
### M.2 SSD の取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. M.2 SSD を取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. SSD をシステム基板に固定している 1 本のネジを取り外します [ 1 ]。
  - b. M.2 SSD をシステム基板のコネクタから引き出します [ 2 ]。



## M.2 SSD の取り付け

1. M.2 SSD をシステム基板のコネクタに差し込みます [1]。
2. SSD をシステム基板に固定する1本のネジを取り付けます [2]。

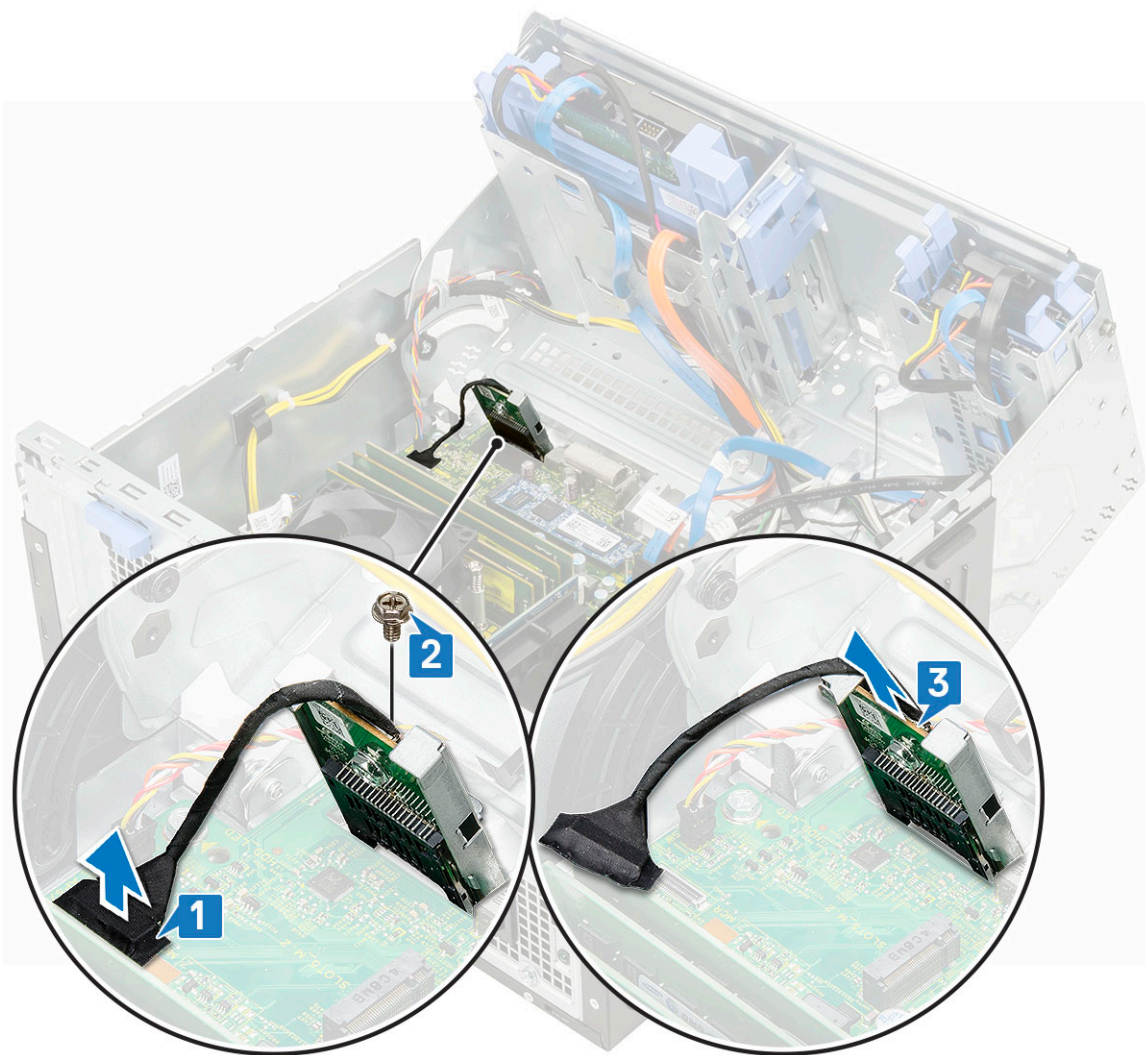


3. 前面パネル ドアを閉じます。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## SD カードリーダー

### SD カードリーダーの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. SD カードリーダーを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. SD カードリーダーケーブルをシステム基板のコネクタから外します [1]。
  - b. SD カードリーダーを前面パネル ドアに固定しているネジを取り外します [ 2 ]。
  - c. SD カードリーダーを持ち上げてシステムから取り外します [ 3 ]。



## SD カードリーダーの取り付け

1. SD カードリーダーを取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. SD カードリーダーを前面パネルドアのスロットに挿入します [1]。
  - b. SD カードリーダーを前面パネルドアに固定するネジを取り付けます [2]。
  - c. SD カードリーダーのケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [3]。

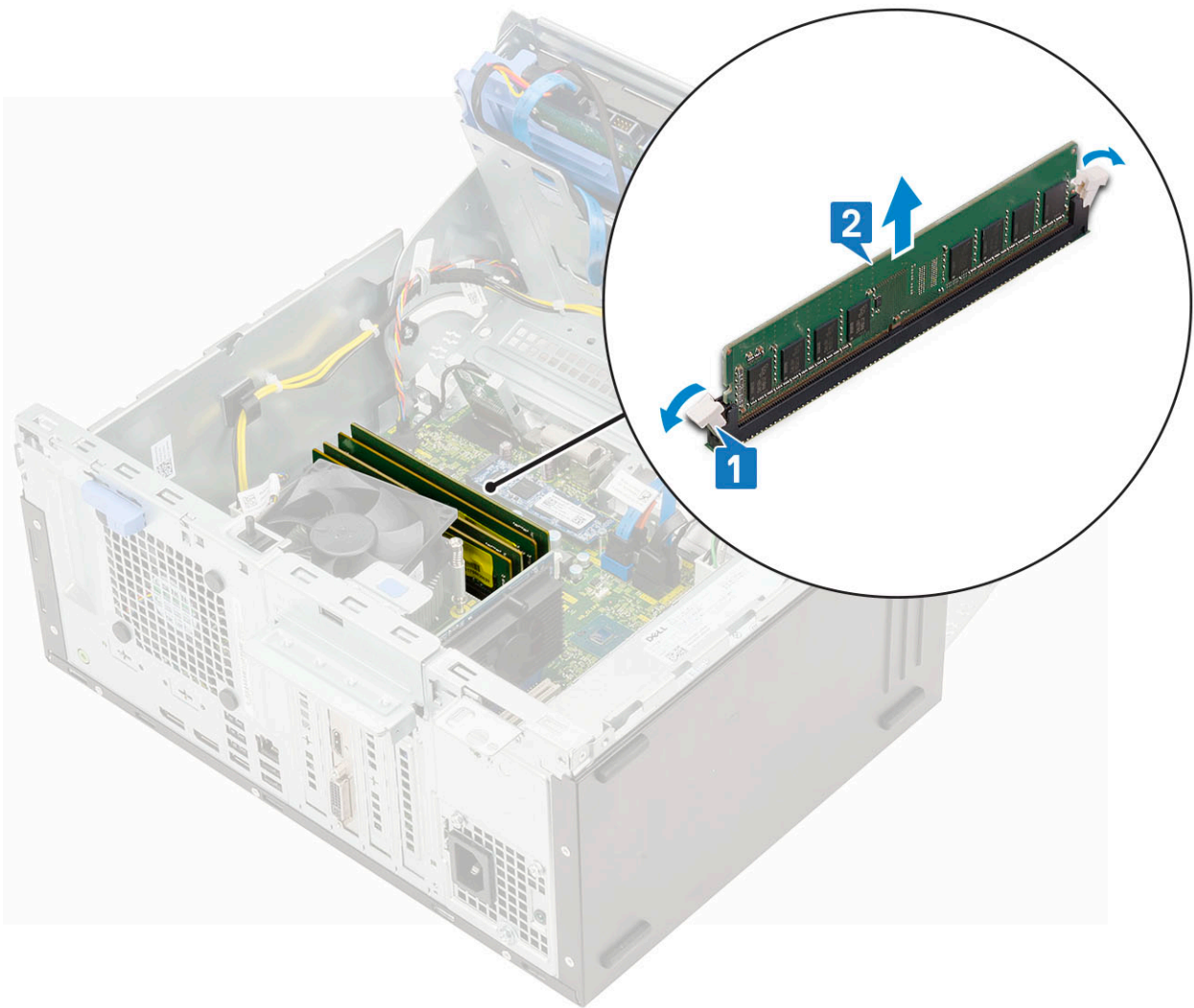


2. 前面パネル ドアを閉じます。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## メモリモジュール

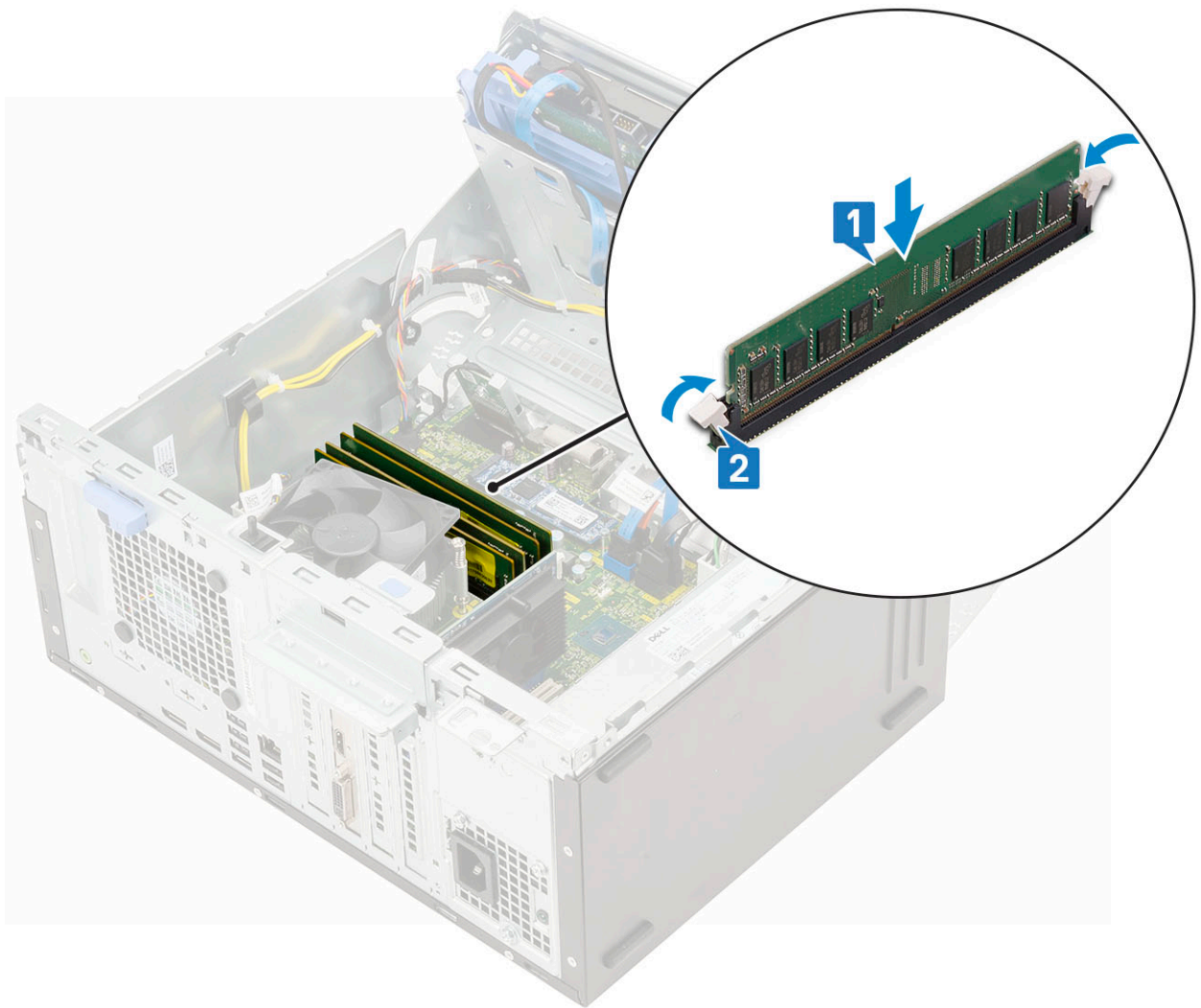
### メモリモジュールの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. メモリモジュールを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. メモリ モジュールが持ち上がるまでメモリモジュールを固定しているクリップを引きます [1]。
  - b. メモリモジュールをシステム基板から取り外します [2]。



## メモリモジュールの取り付け

1. メモリ モジュールを取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. メモリモジュールの切り込みをメモリモジュールコネクタのタブに合わせます。
  - b. メモリ モジュールをメモリ モジュール ソケットに差し込みます [1]。
  - c. メモリ モジュールの固定タブが所定の位置にカチッと収まるまで、メモリ モジュールを押し込みます [2]。



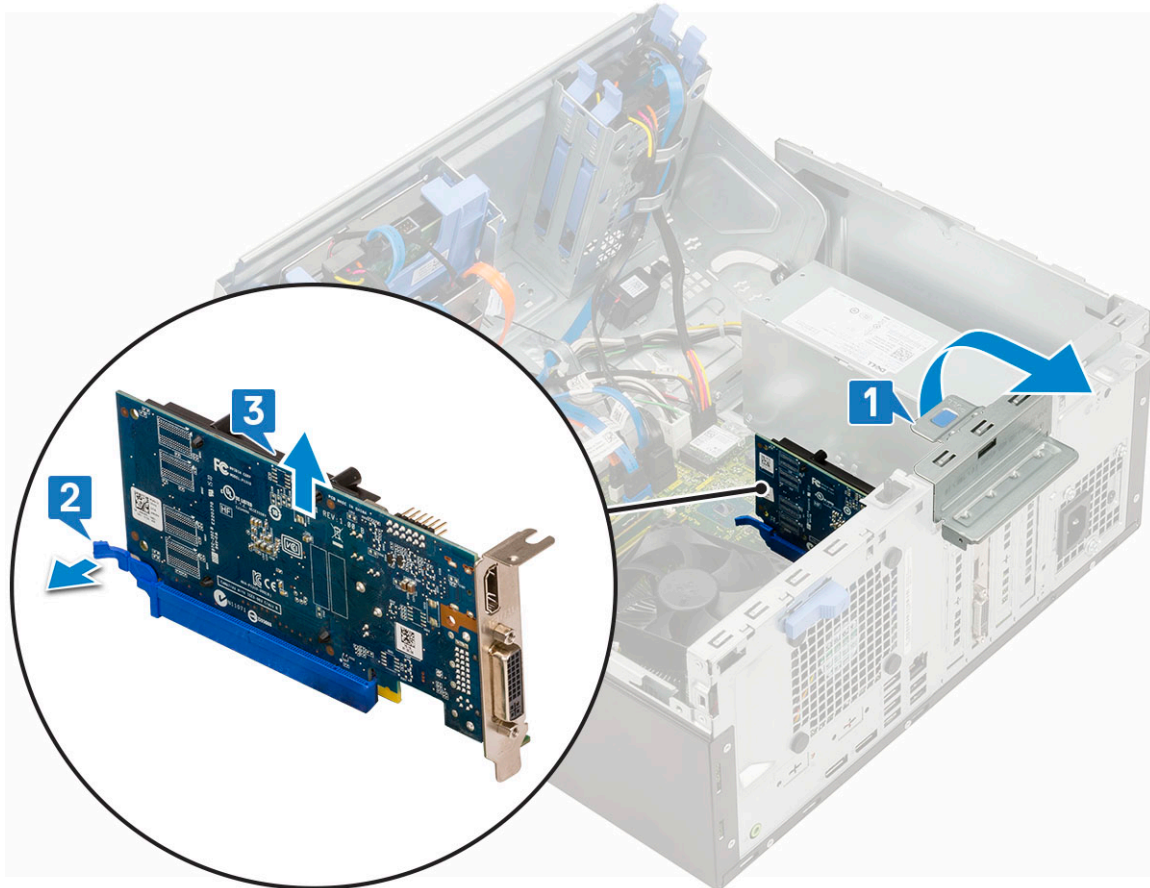
2. 前面パネル ドアを閉じます。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## 拡張カード

### PCIe 拡張カードの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. PCIe 拡張カードを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. リリースラッチを引いて、PCIe 拡張カードのロックを解除します [1]。
  - b. カード固定ラッチを押し [2]、PCIe 拡張カードを持ち上げてコンピュータから取り外します [3]。

**① メモ:** この手順はカード固定ラッチのあるコネクタの場合にのみ適用します。それ以外の場合は、PCIe 拡張カードを持ち上げてシステムから取り外してください。



5. 他の PCIe 拡張カードを取り外すには、上記の手順を繰り返します。

## PCIe 拡張カードの取り付け

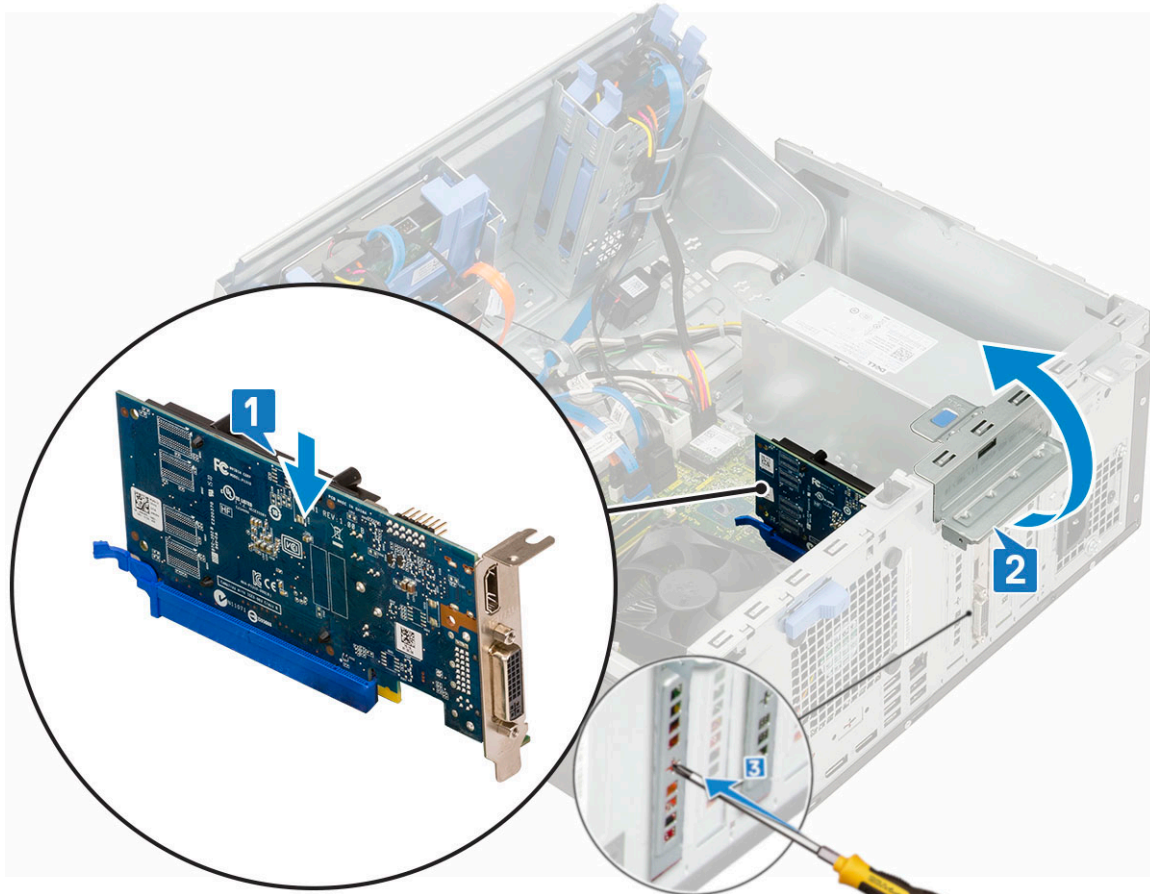
1. PCIe 拡張カードを取り付けるには、次の手順を実行します。

- a. **メモ:** PCIe ブラケットを取り外すには、ブラケットをコンピュータの内側から押して外し、ブラケットを持ち上げてコンピュータから取り外します。

PCIe ブラケットの穴にドライバを挿入し、ハードを押してブラケットを外します [3]を外し、ブラケットを持ち上げてコンピュータから取り外します。

- b. PCIe 拡張カードをシステム基板のコネクタに差し込みます [1]。
- c. 所定の位置にカチッと収まるまで、カード固定ラッチを押して、PCIe 拡張カードを固定します。

**メモ:** この手順は、コネクタにカード固定ラッチがある場合にのみ該当します。ラッチがない場合は、この手順を省略してください。

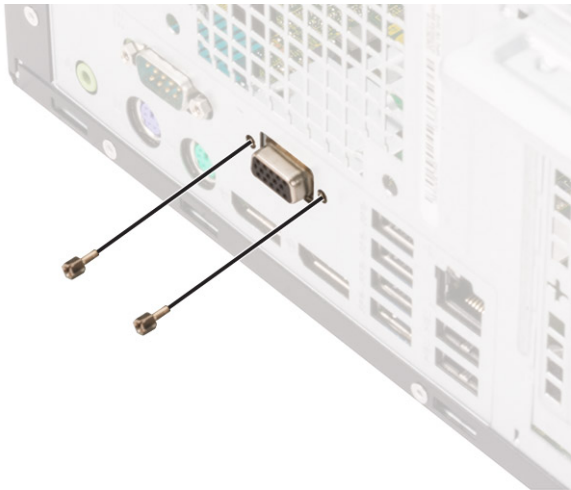


- d. リリース ラッチを前に引いて閉じます [ 2 ]。
- e. 他の PCIe 拡張カードを取り付けるには、上記の手順を繰り返します。
- 2. 前面パネル ドアを閉じます。
- 3. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
- 4. 「PC 内部の作業を終えた後に」 の手順に従います。

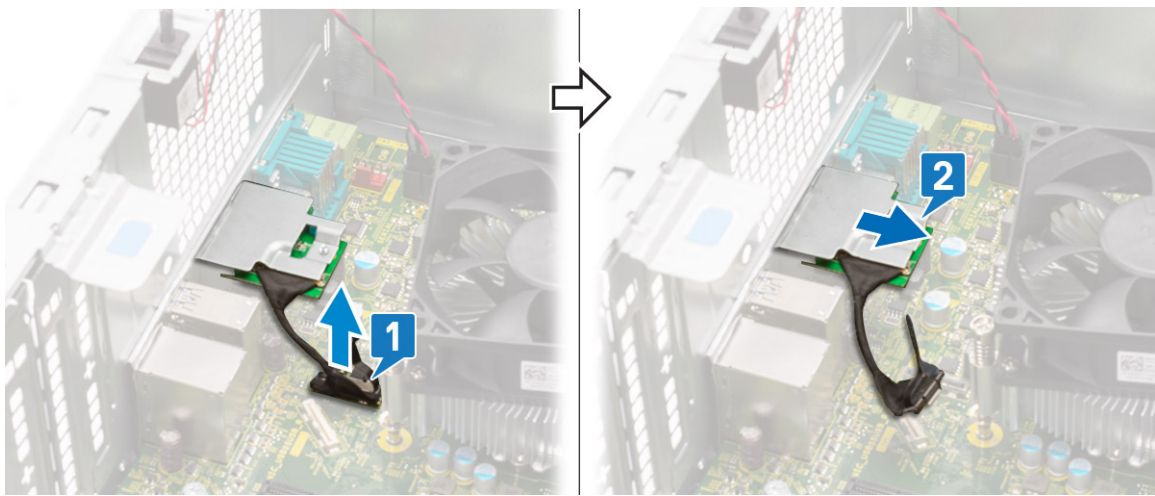
## オプションの VGA モジュール

### オプションの VGA モジュールの取り外し

- 1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」 の手順に従います。
- 2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
- 3. 前面パネルドアを開きます。
- 4. システム ファンを取り外します。
- 5. オプションの VGA モジュールを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. オプションの VGA モジュールをシステムに固定している 2 本の ( M3X3 ) ネジを外します。

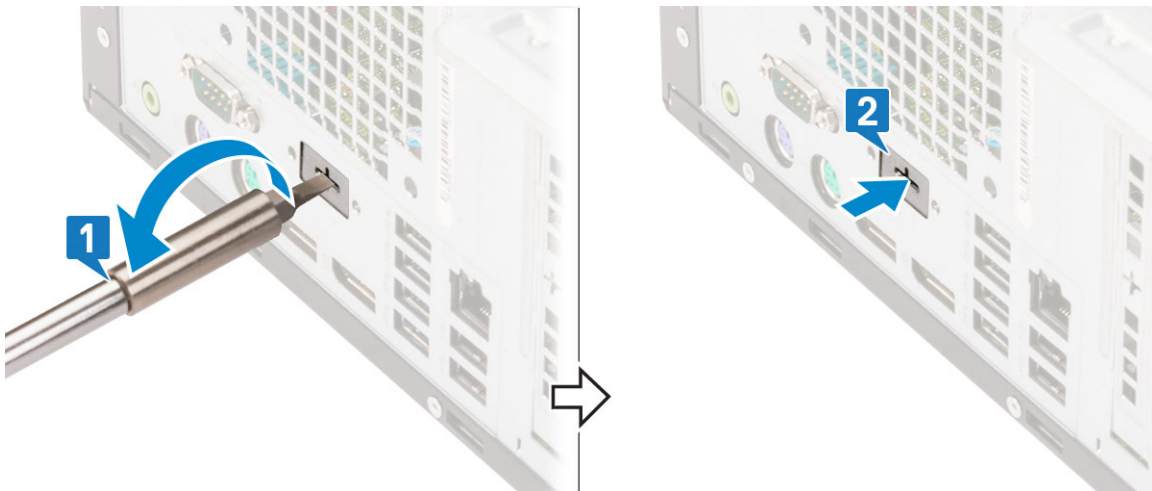


- b. VGA ケーブルをシステム基板のコネクタから外します [1]。
- c. VGA モジュールをシステムから取り外します [2]。

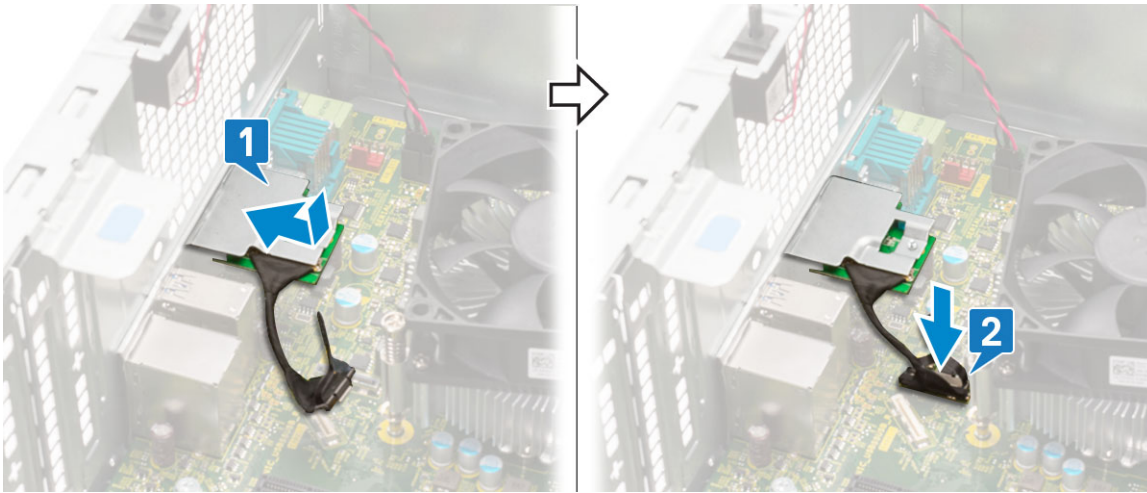


## オプションの VGA モジュールの取り付け

- 1. 以下に示すように金属製ブラケットを取り外すには、ブラケットの穴にマイナスドライバーを差し込み [1]、ブラケットを押して外します [2]。次に、システムからブラケットを持ち上げて取り出します。



- 2. コンピューターの内側から VGA モジュールをスロットに挿入し [1]、VGA ケーブルをシステム基板上的のコネクタに接続します [2]。



3. 2本の (M3X3) ネジを取り付け、オプションのVGA モジュールをシステムに固定します。

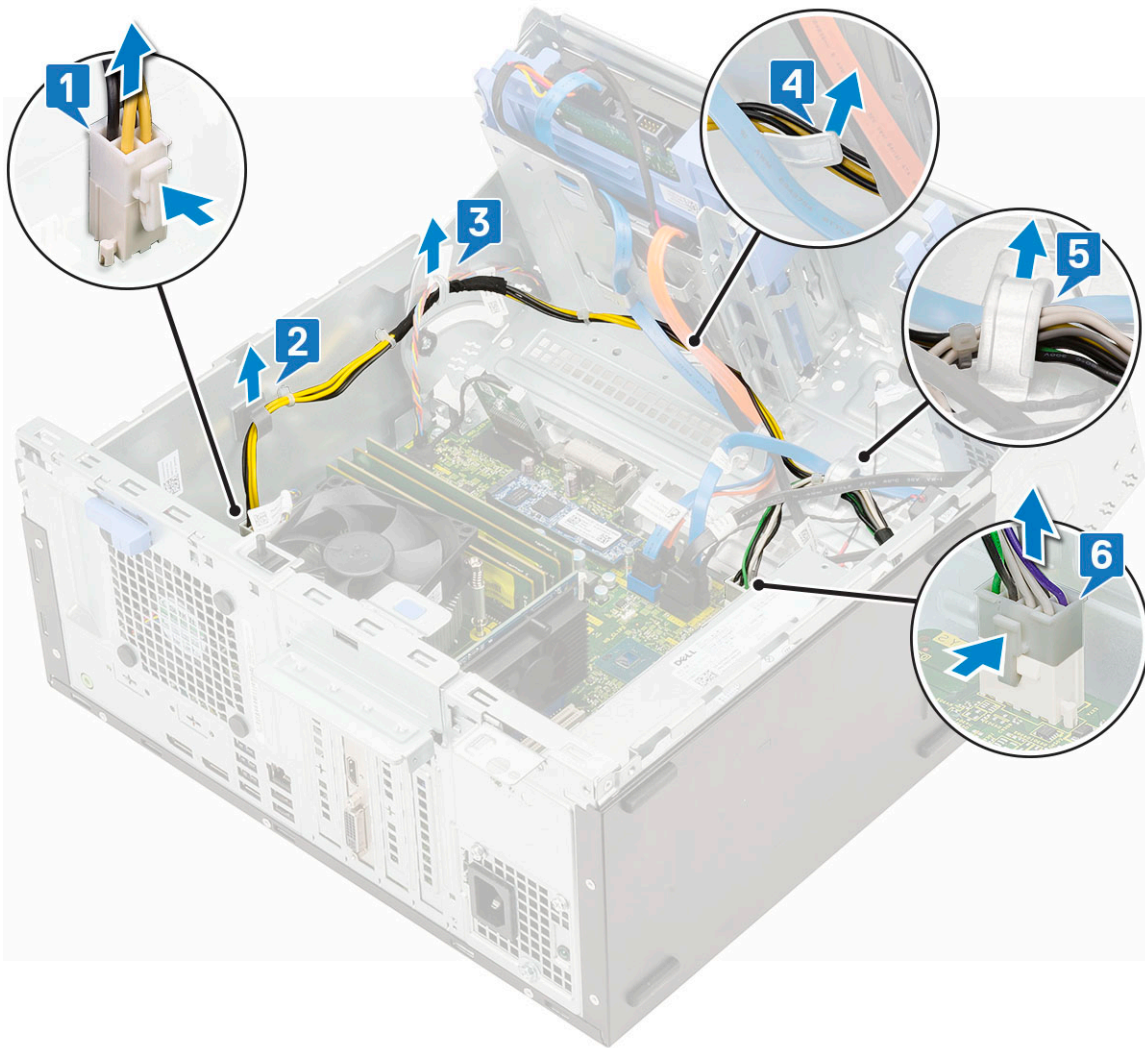


4. システム ファンを取り付けます。
5. 前面パネル ドアを閉じます。
6. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
7. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」 の手順に従います。

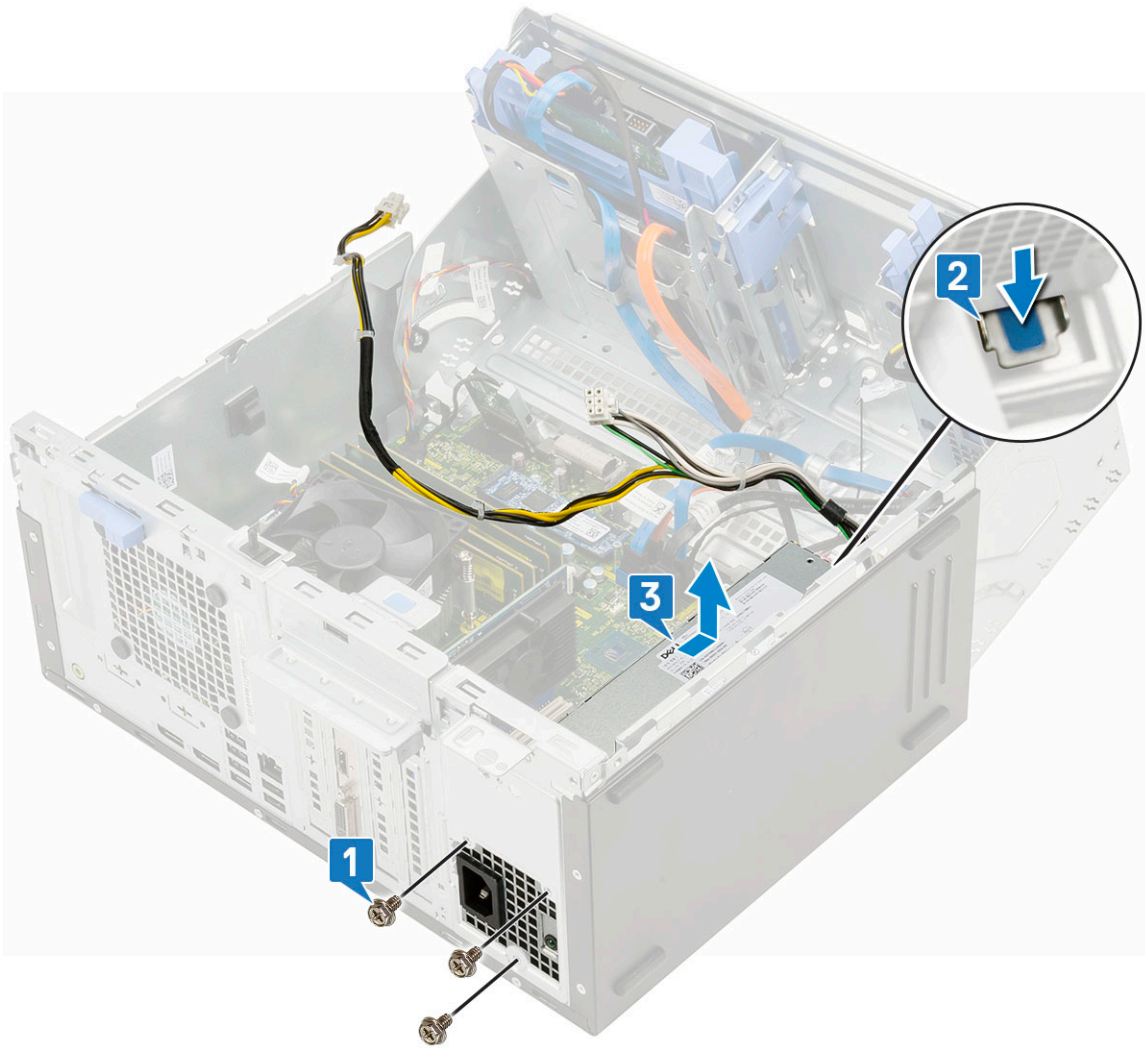
## 電源装置ユニット

### PSU ( 電源装置ユニット ) の取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」 の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. PSU を外すには、次の手順を実行します。
  - a. PSU ケーブルをシステム基板のコネクタから外します [ 1 ]。
  - b. PSU ケーブルの配線を固定クリップから外します [ 2、3、4、5 ]。
  - c. PSU ケーブルをシステム基板のコネクタから外します [ 6 ]。

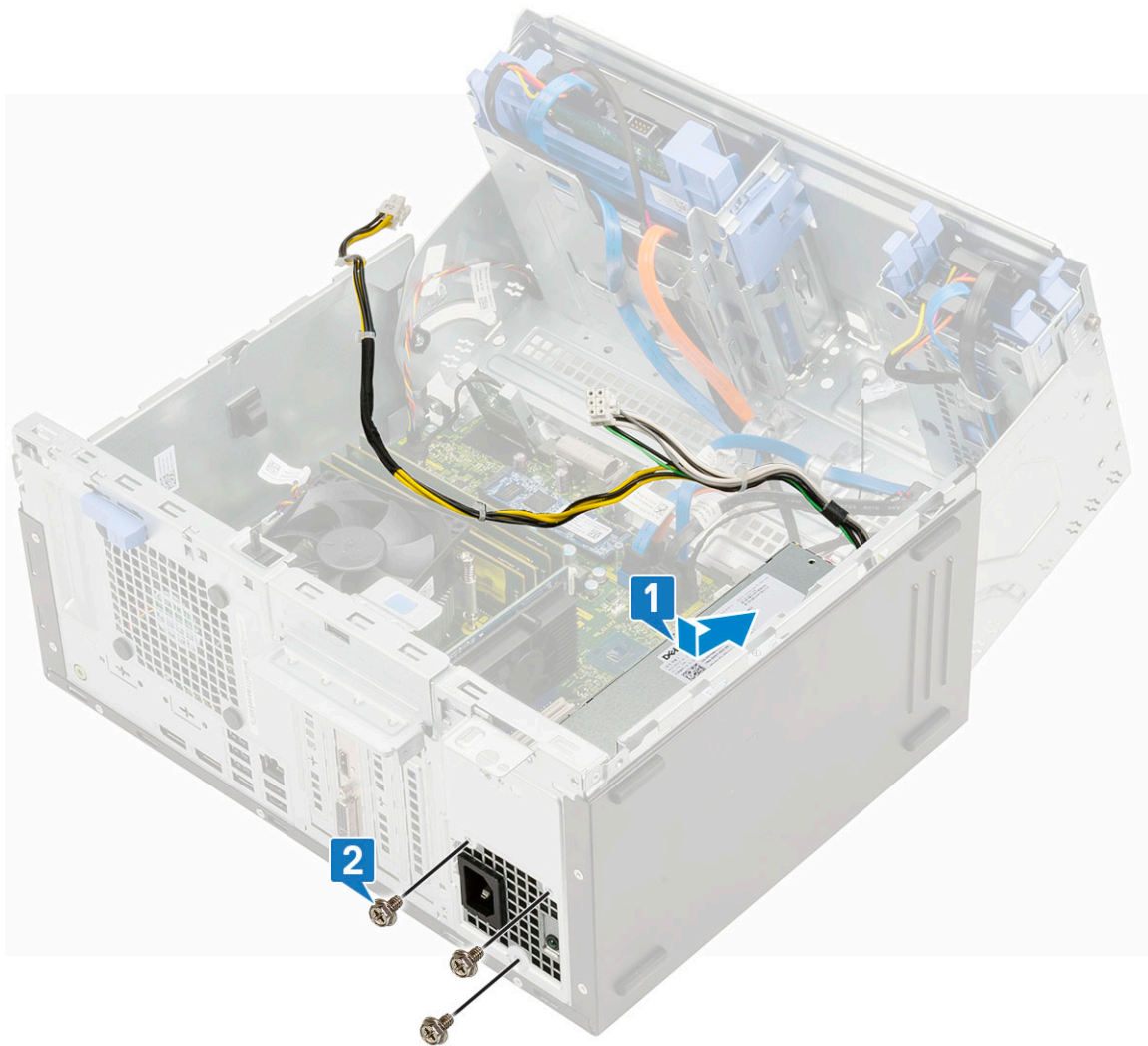


5. PSU を取り外すには、次の手順を実行します。
- a. PSU をシステムに固定している 3 本のネジを外します [ 1 ]。
  - b. リリースタブをを押します [ 2 ]。
  - c. PSU をスライドさせて持ち上げ、コンピューターから取り外します [ 3 ]。

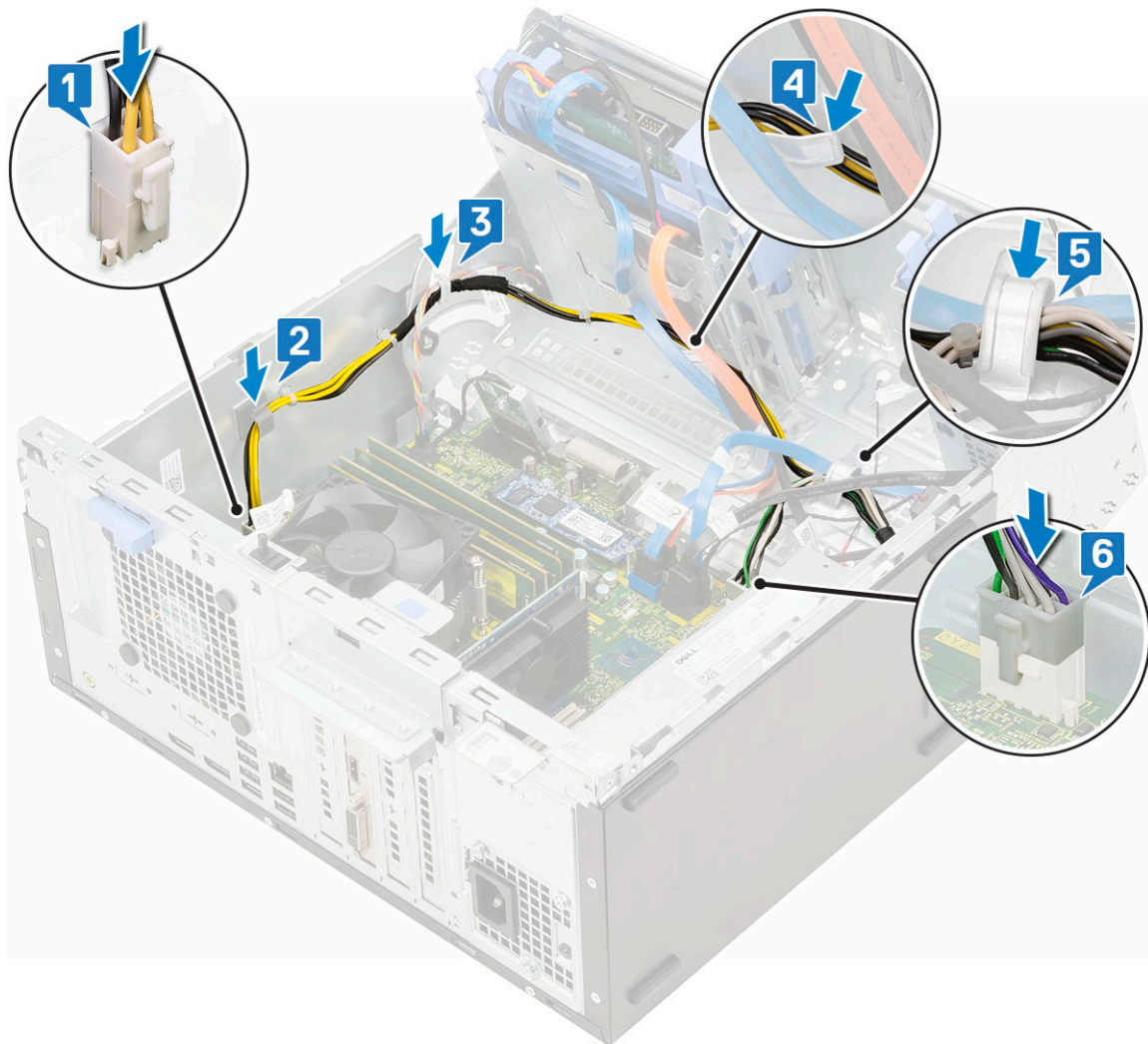


## 電源装置ユニット ( PSU ) の取り付け

1. PSU を取り付けるには、以下の手順を実行します。
  - a. PSU を PSU スロットに挿入して、所定の位置にカチッと収まるまでシステムの背面に向かってスライドさせます [ 1 ]。
  - b. 3 本のネジを取り付けて PSU をコンピューターに固定します [ 2 ]。



- c. PSU ケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [1]。
- d. PSU ケーブルを固定クリップに通して配線します [2、3、4、5]。
- e. PSU ケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [6]。

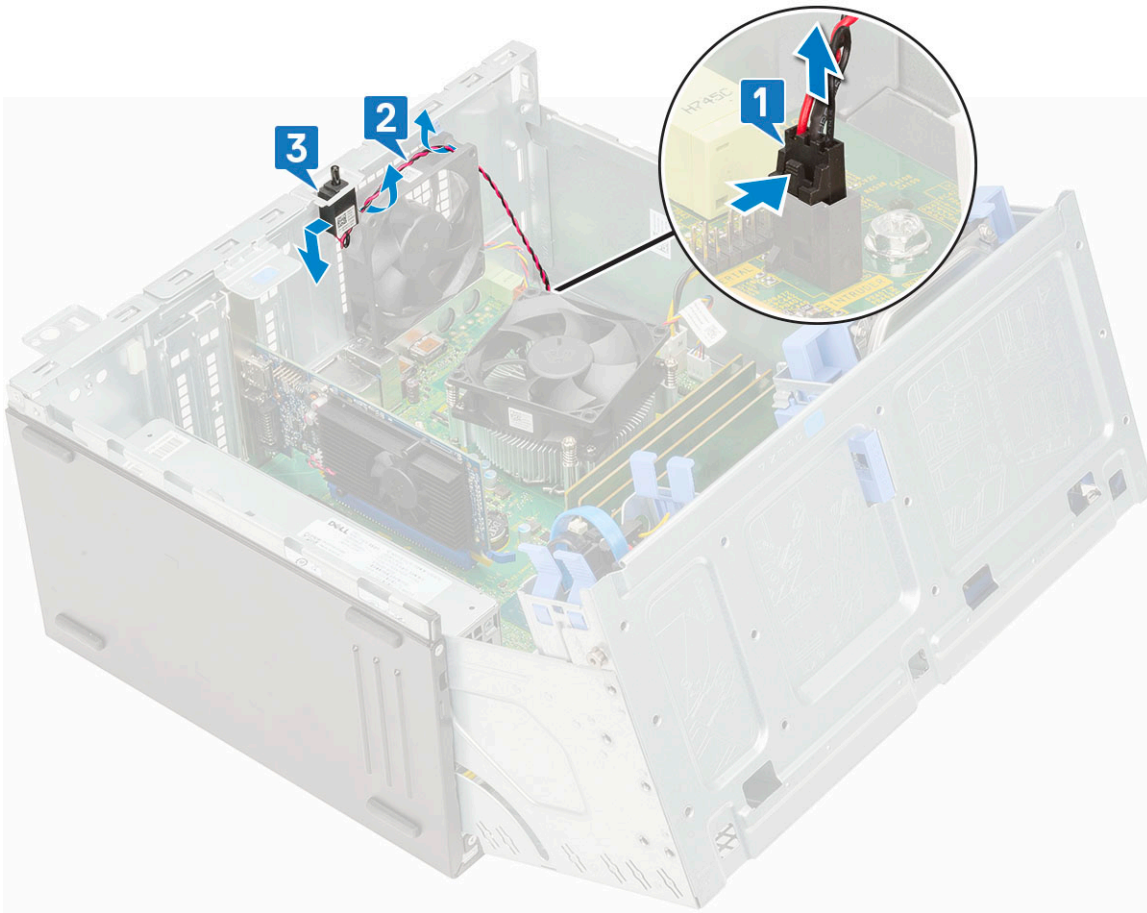


2. 前面パネル ドアを閉じます。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」 の手順に従います。

## イントルージョンスイッチ

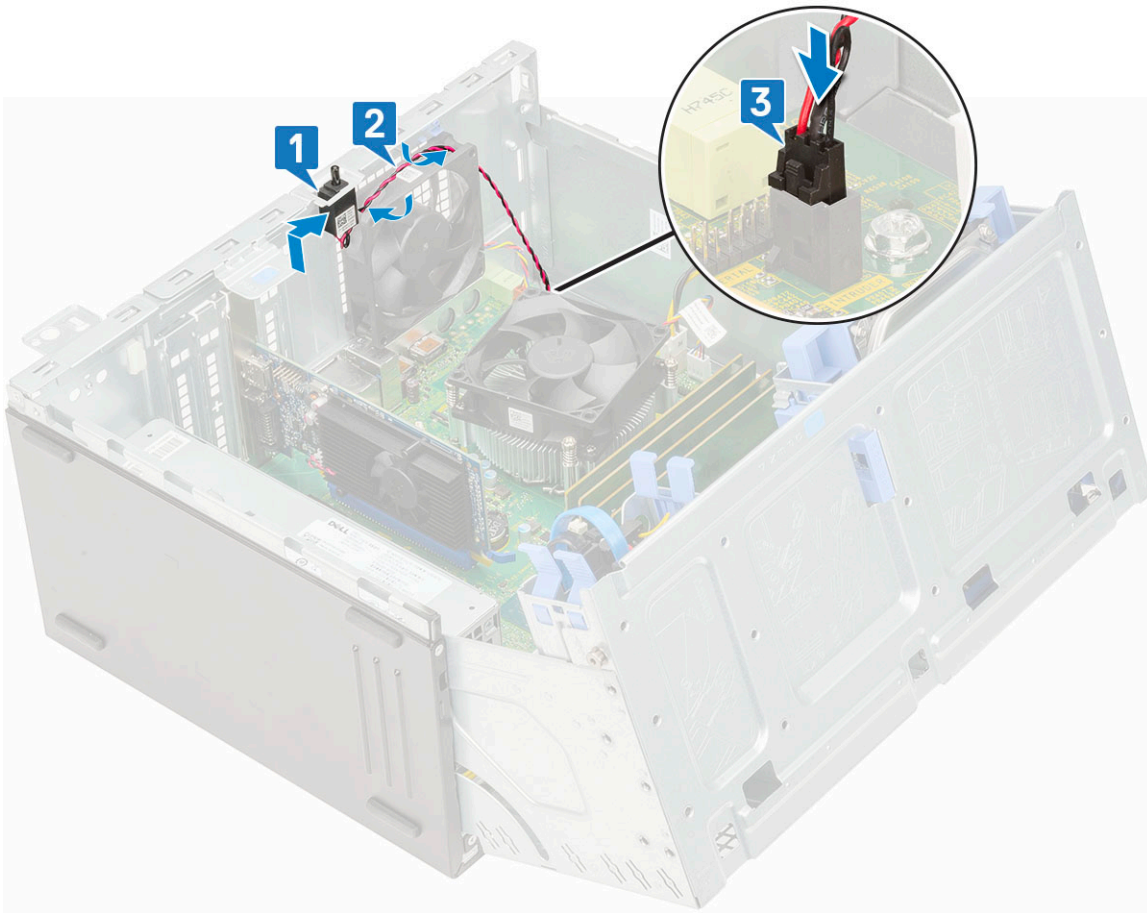
### イントルージョン スイッチの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」 の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. イントルージョンスイッチを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. イントルージョンスイッチケーブルをシステム基板上のコネクタから外します [1]。
  - b. イントルージョン スイッチ ケーブルの配線をファン グロメットから外します [2]。
  - c. イントルージョン スイッチをスライドさせて押し込み、コンピュータから取り外します [3]。



## イントルージョンスイッチの取り付け

1. イントルージョンスイッチをシステムのスロットに挿入します [1]。
2. イントルージョンスイッチケーブルをファン グロメットを通して配線します [2]。
3. イントルージョンスイッチケーブルをシステム基板上的コネクタに接続します [3]。

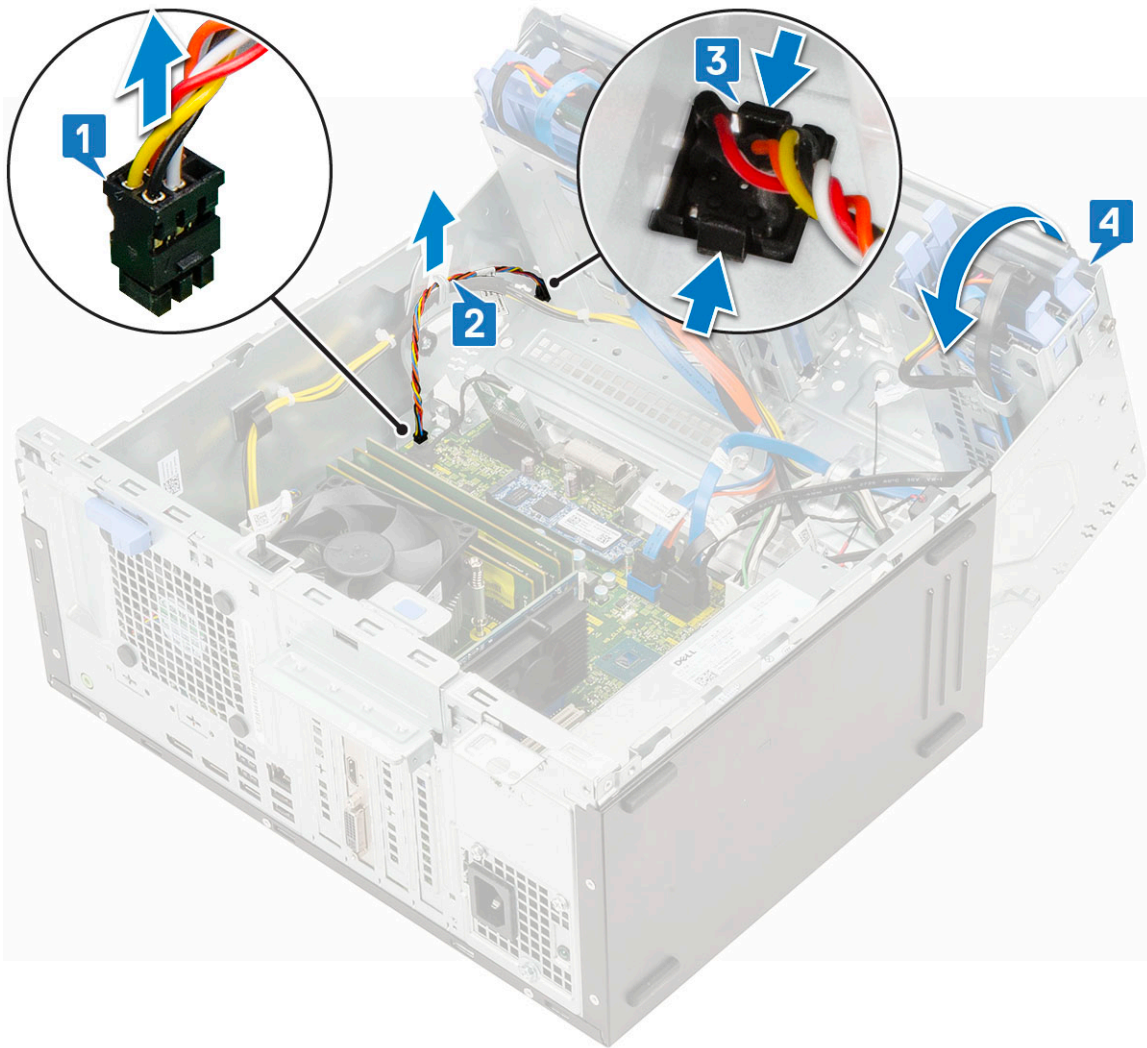


4. 前面パネル ドアを閉じます。
5. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
6. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

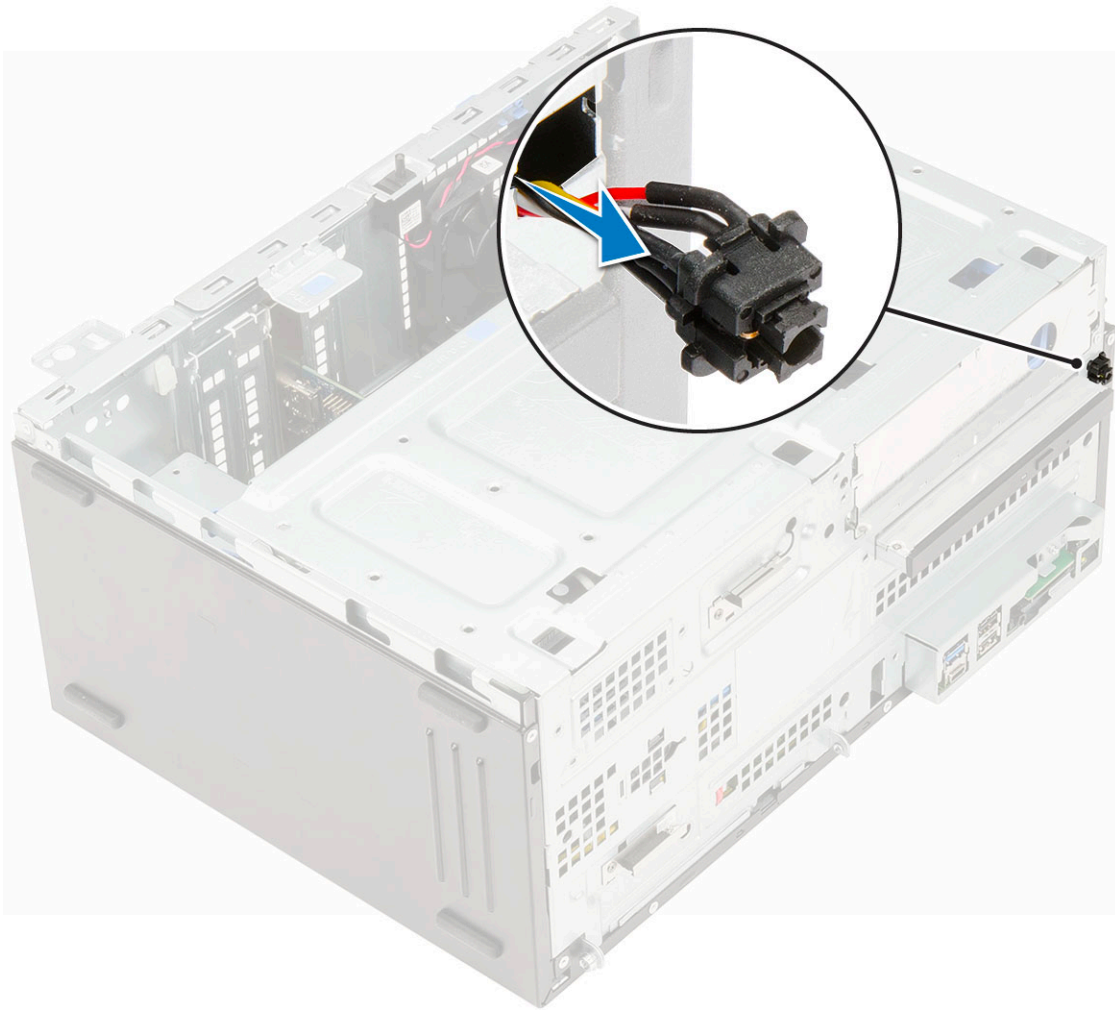
## 電源ボタン

### 電源ボタンの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. 電源ボタンを取り出すには、次の手順を実行します。
  - a. 電源ボタン ケーブルをシステム基板から外します [ 1 ]。
  - b. 電源ボタン ケーブルの配線を固定クリップから外します [ 2 ]。
  - c. プラスチック スクリューを使ってリリースタブを押し、電源ボタンをシステム前面から引き出します [ 3 ]。
  - d. 前面パネル ドアを閉じます [ 4 ]。

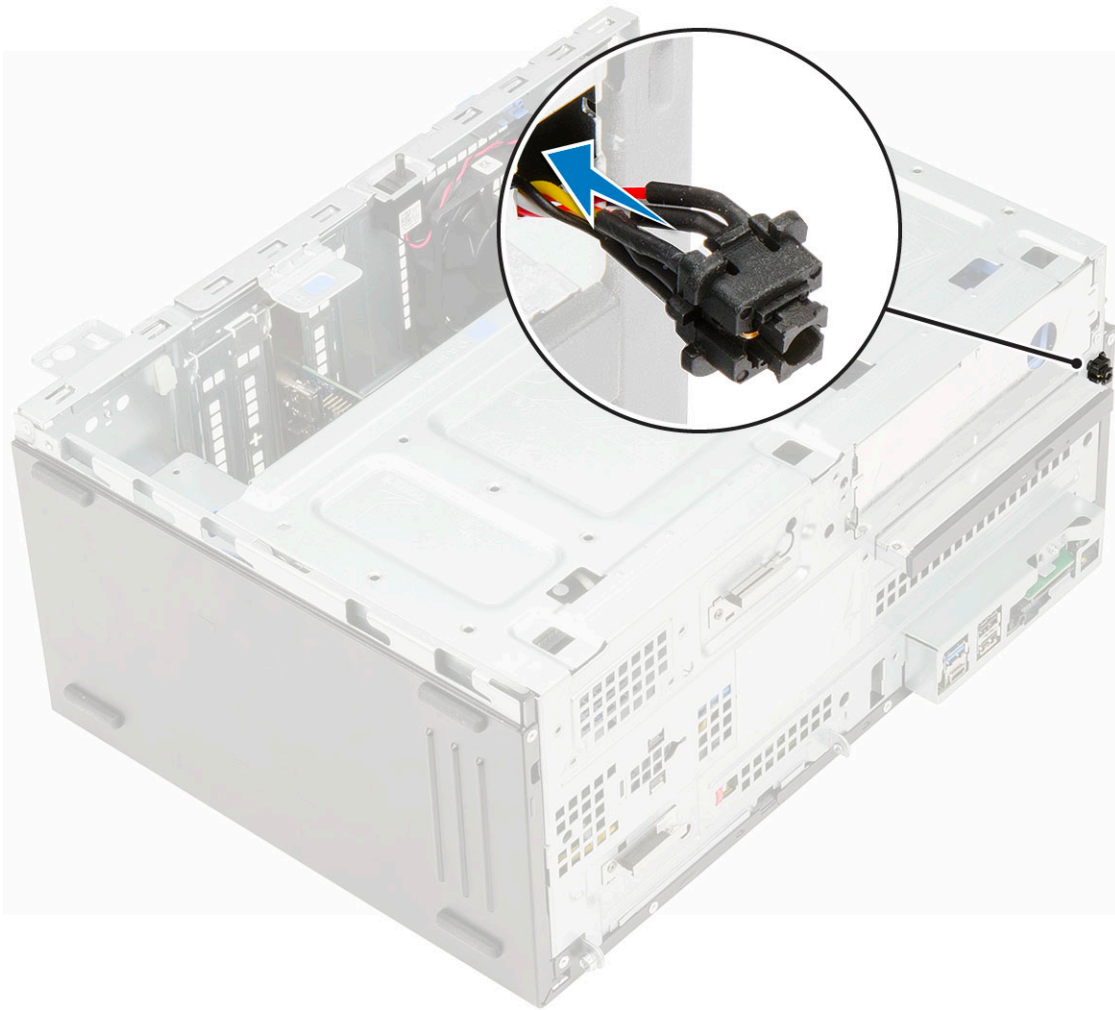


5. 電源ボタンをコンピューターから引き出します。

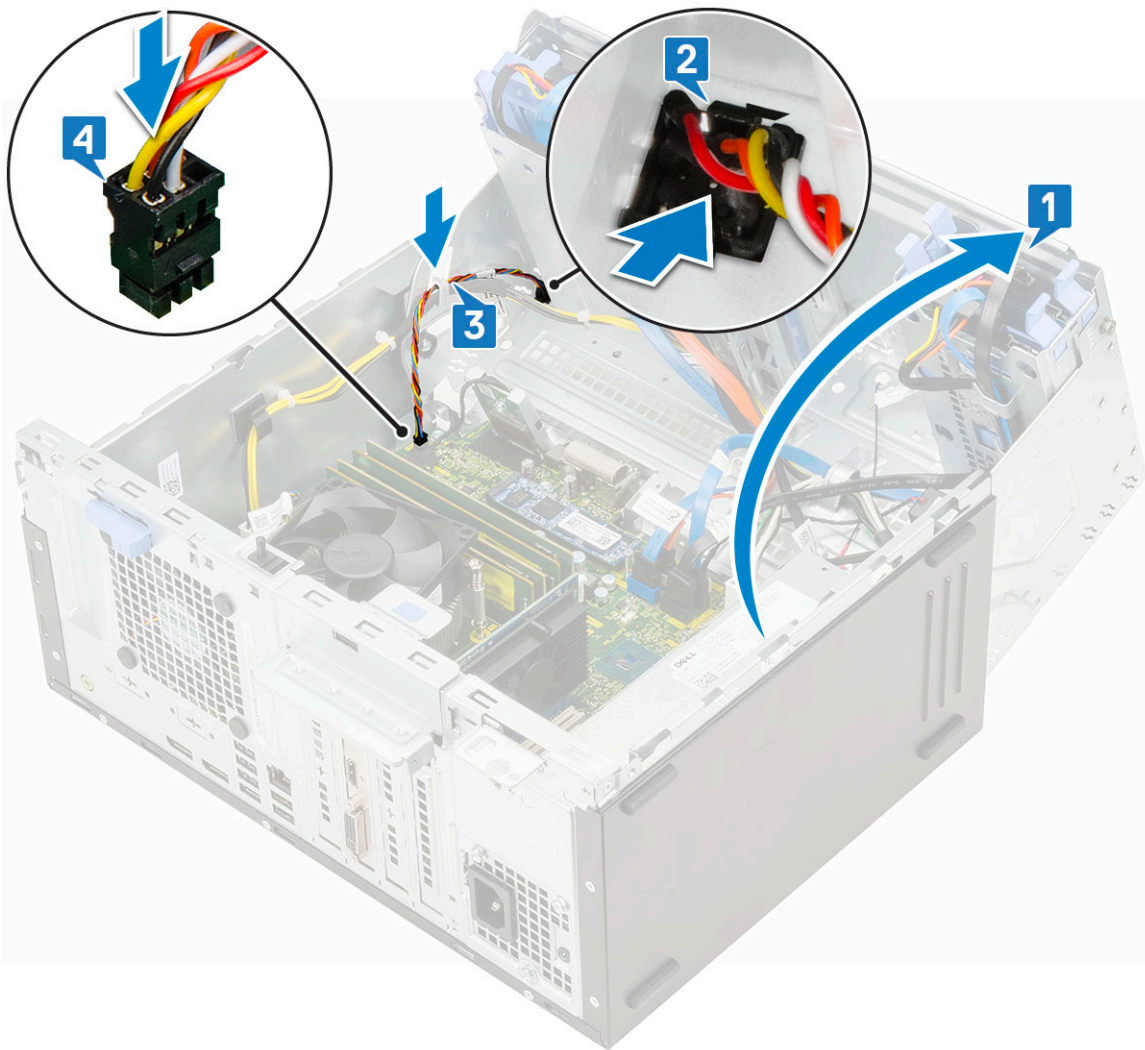


## 電源ボタンの取り付け

1. 電源スイッチをコンピュータ前面からスロットに挿入し、カチッと所定の位置に収まるまで押し込みます。



2. 前面パネル ドアを開きます [1]。
3. 電源ボタンから電源スイッチ ケーブルを固定クリップに通して配線します [23]。
4. ケーブルとコネクタのピンの位置を合わせて電源ボタン ケーブルを接続します [4]。

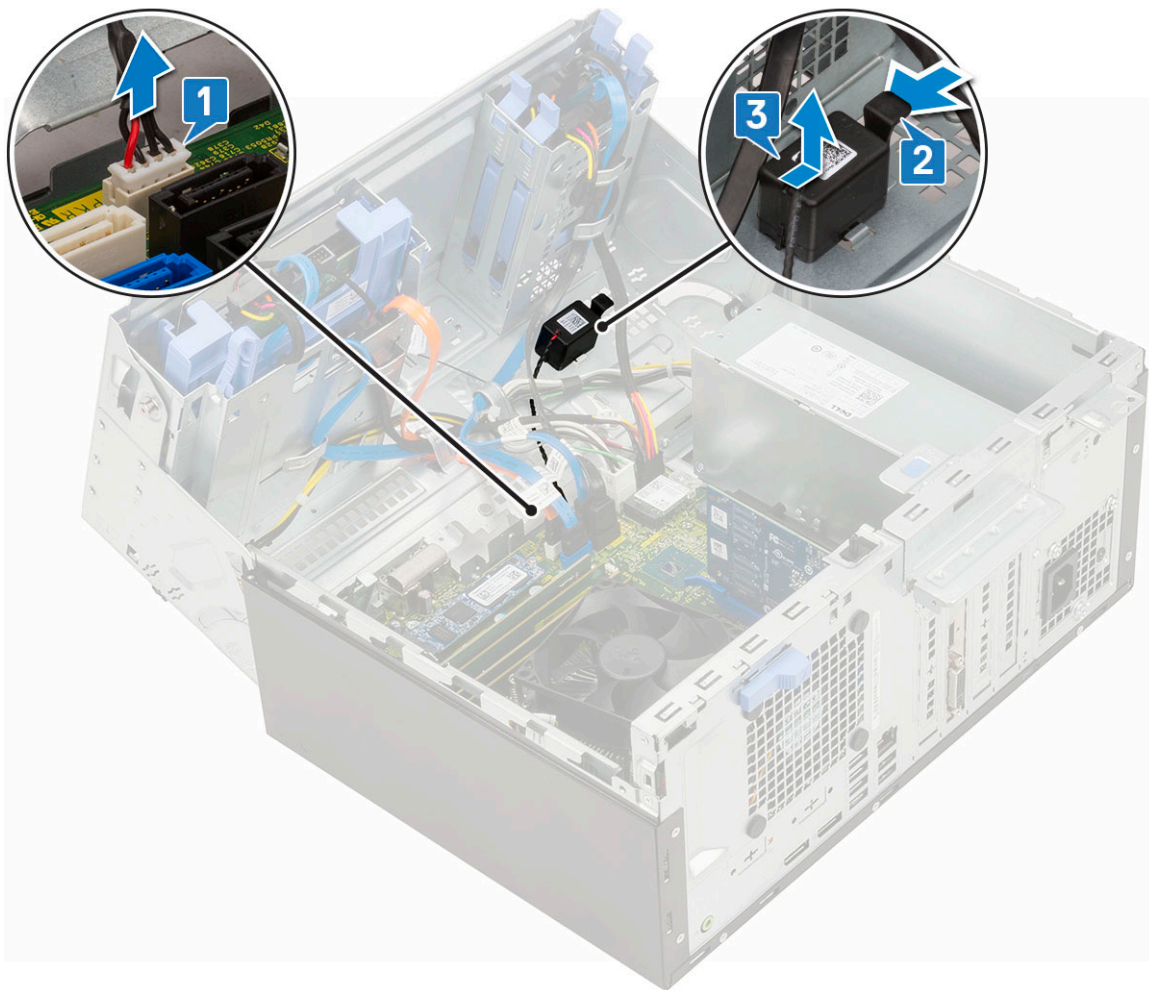


5. 前面パネル ドアを閉じます。
6. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
7. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」 の手順に従います。

## スピーカー

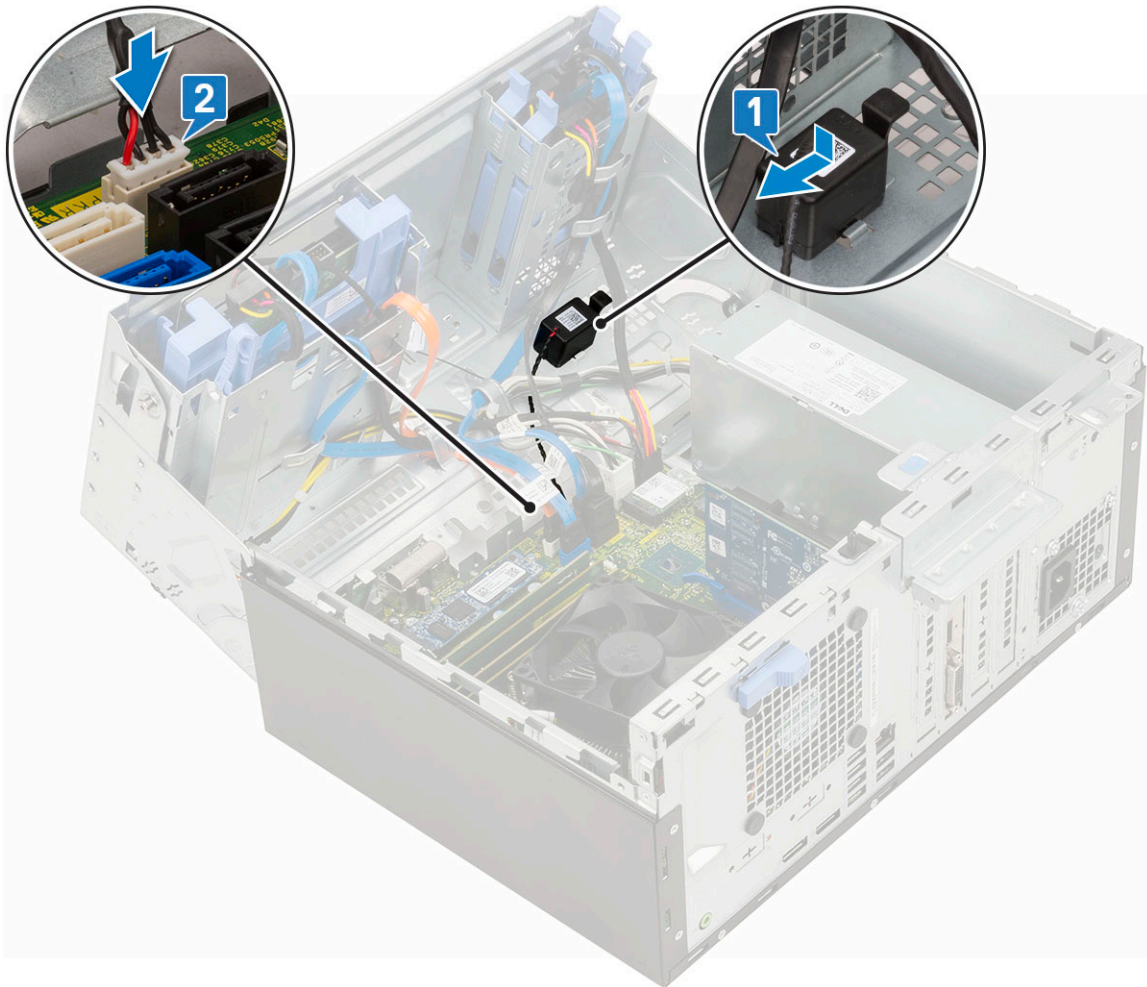
### スピーカーの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」 の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. スピーカーを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. スピーカーケーブルをシステム基板のコネクタから外します [1]。
  - b. タブを持ち上げて [2]、スロットからスピーカーをスライドさせます [3]。



## スピーカーの取り付け

1. スピーカーをスロットに挿入し、カチッと所定の位置に収まるまで押し込みます [1]。
2. スピーカー ケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [2]。

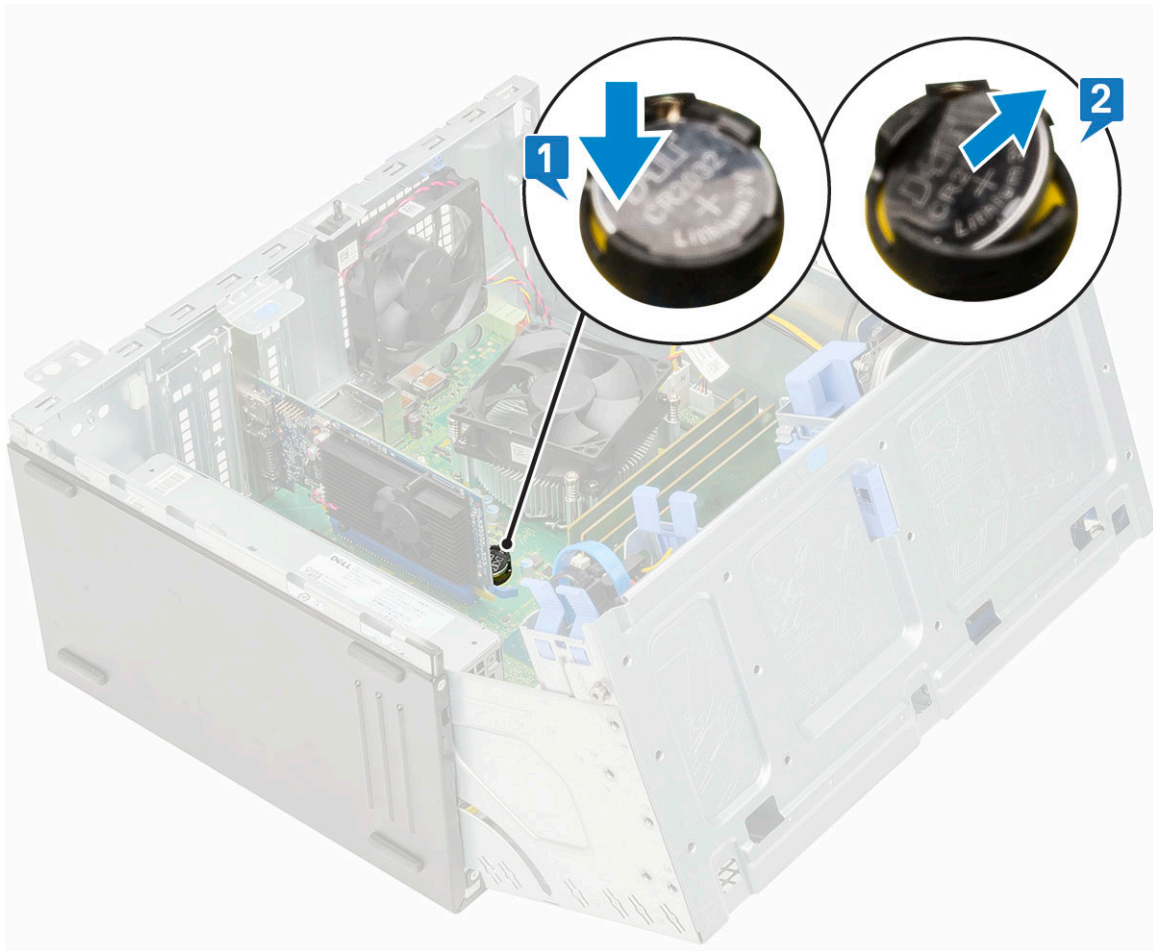


3. 前面パネル ドアを閉じます。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## コイン型電池

### コイン型電池の取り外し

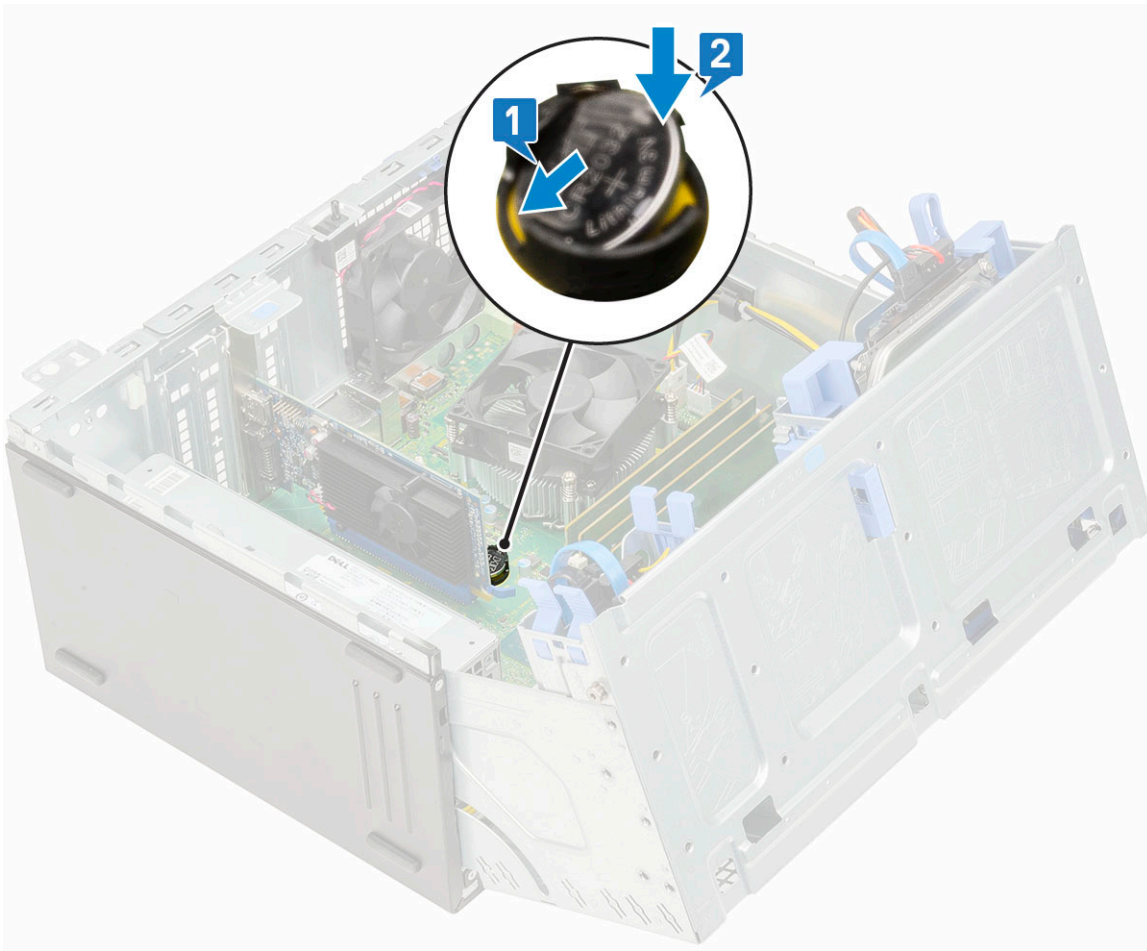
1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. コイン型電池を取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. コイン型電池が外れるまで、リリース ラッチを押します [1]。
  - b. コイン型電池をシステム基板のコネクタから取り外します [2]。



**① | メモ:** コイン型電池を取り外すと、システム基板の BIOS/設定がリセットされる場合があります。

## コイン型電池の取り付け

1. コイン型電池の (+) 記号側を上に向け、コネクタのプラス側にある固定タブの下に挿入します [1]。
2. 所定の位置にロックされるまで電池をコネクタに押し込みます [2]。

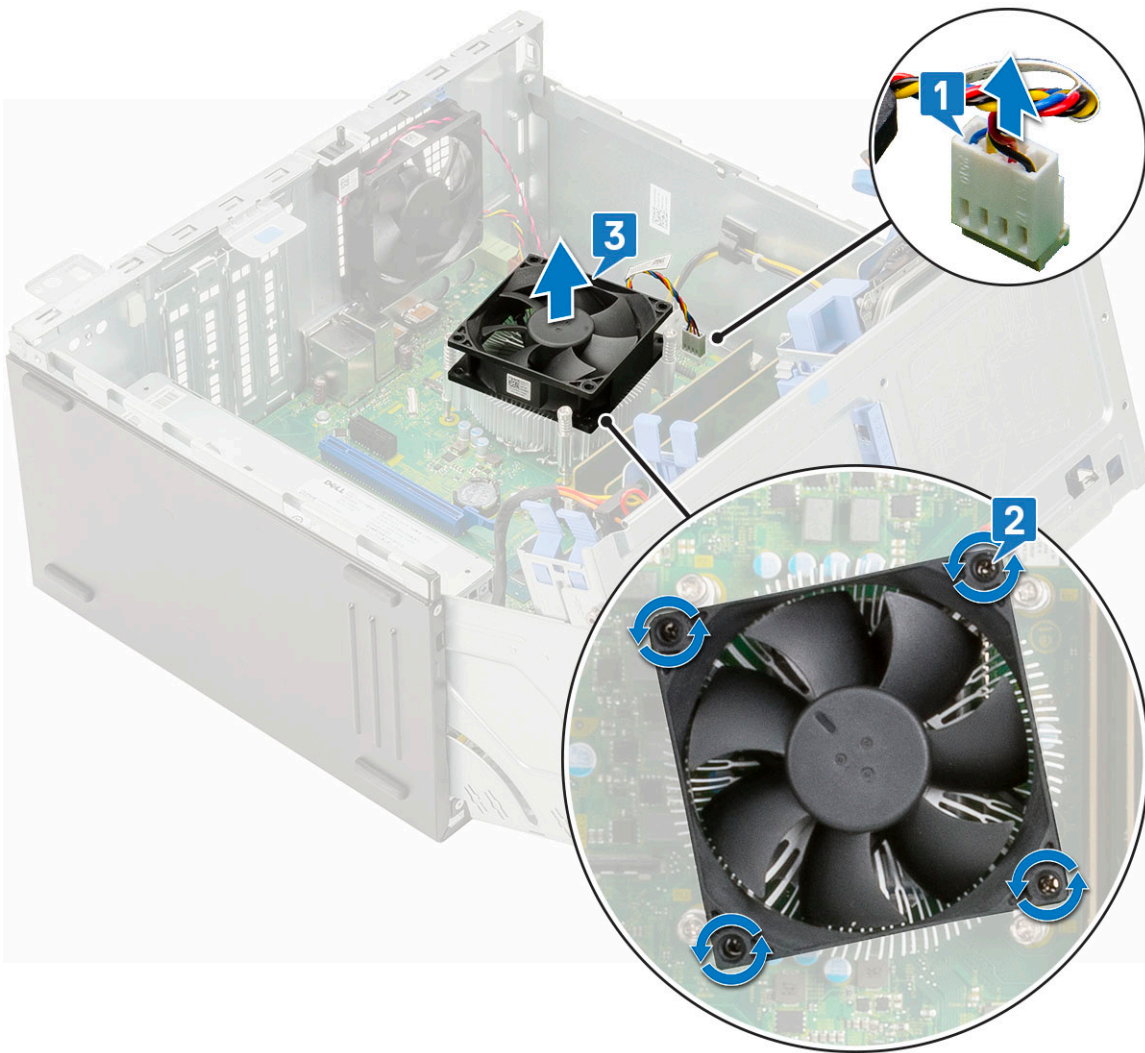


3. 前面パネル ドアを閉じます。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## ヒートシンク ファン

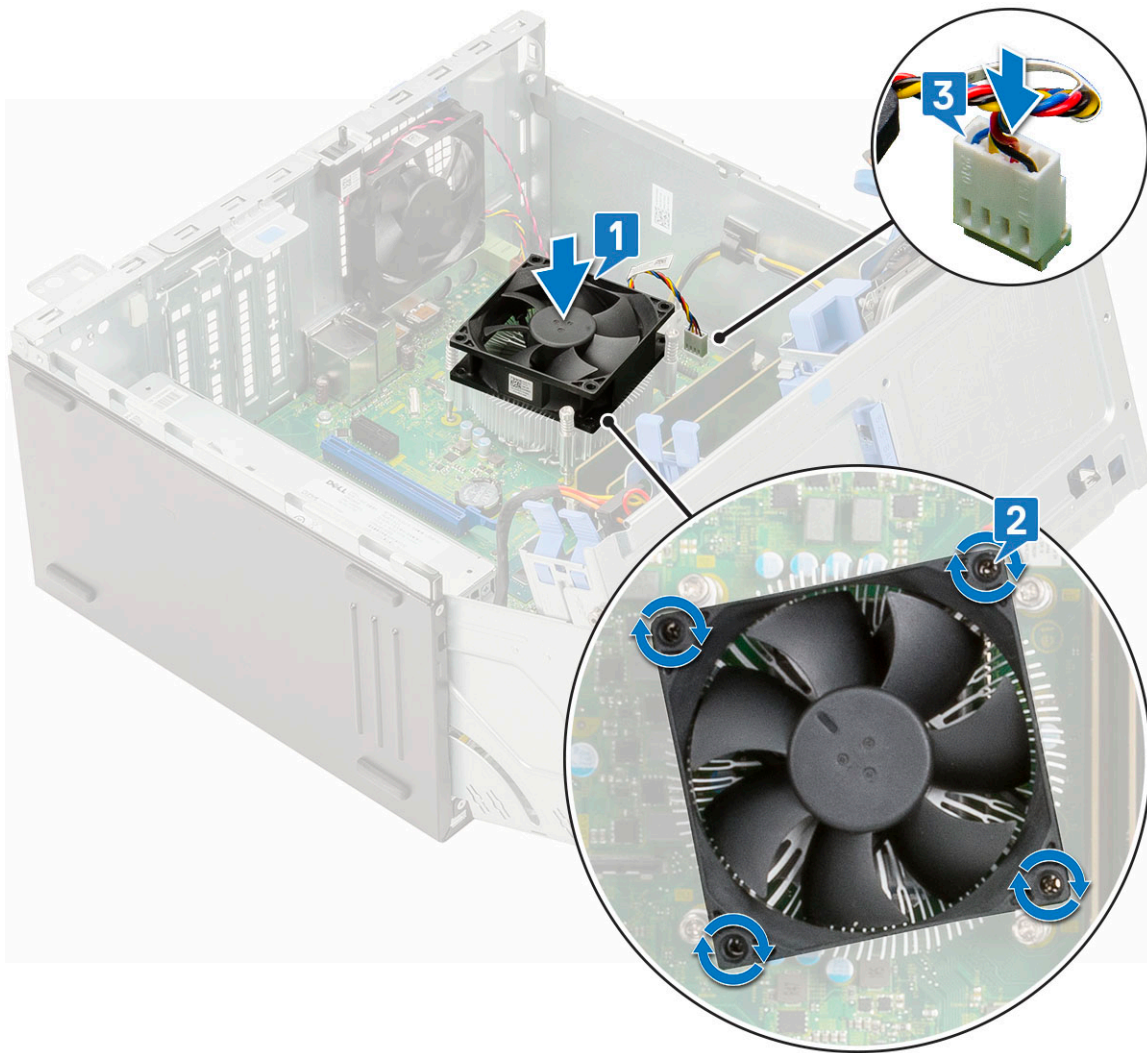
### ヒートシンク ファンの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. ヒートシンク ファン アセンブリーを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. システム基板上的コネクタからヒートシンク ファン アセンブリー ケーブルを外します [ 1 ]。
  - b. ファンをヒートシンクに固定しているネジを外します [ 2 ]。  
**① | メモ:** 必ず上部のネジ穴からトルクス ドライバを挿入してネジを取り外してください。
  - c. ヒートシンク ファンを持ち上げてコンピューターから取り外します [ 3 ]。



## ヒートシンク ファンの取り付け

1. ファンをヒートシンク アセンブリーにセットします [1]。
2. ファンをヒートシンク アセンブリーに固定する 4 本のネジを締めます [2]。
3. ヒートシンク ファン アセンブリー ケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [3]。



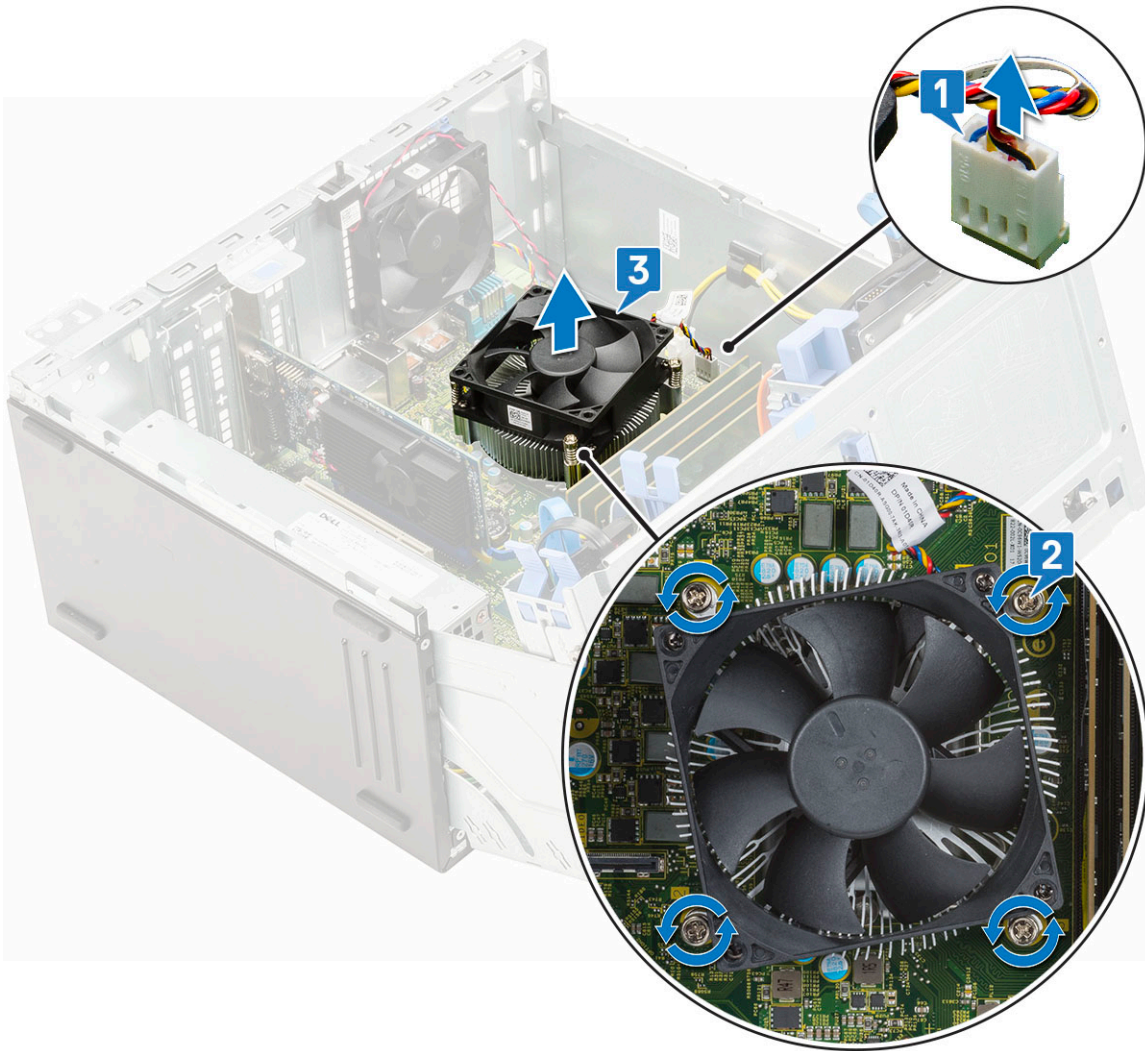
4. 前面パネル ドアを閉じます。
5. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
6. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## ヒートシンク

### ヒートシンク アセンブリーの取り外し

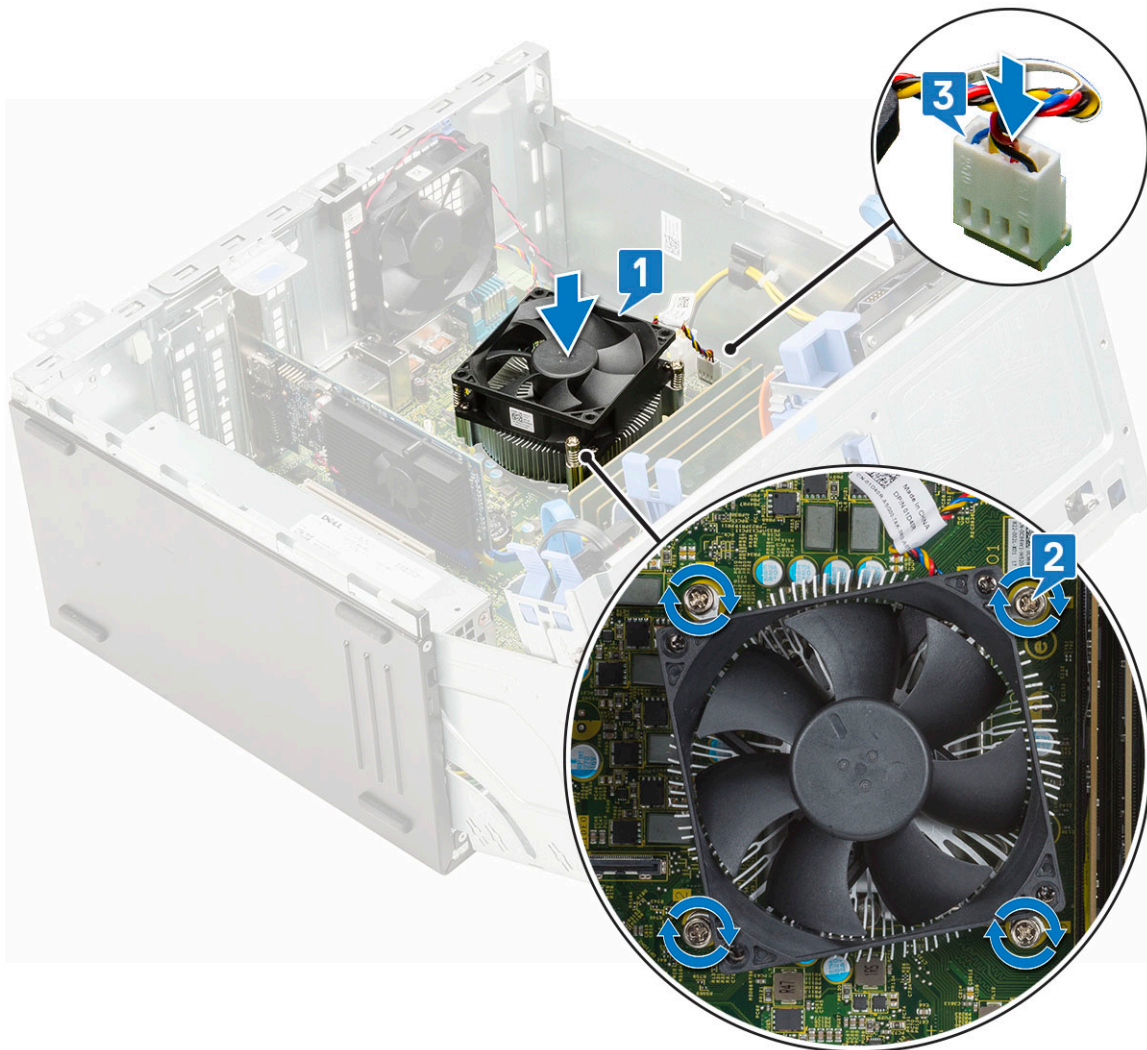
1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. ヒートシンク アセンブリーを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. システム基板上的コネクタからヒートシンク ファン アセンブリー ケーブルを外します [1]。
  - b. ヒートシンク アセンブリーをシステム基板に固定している拘束ネジ (4) を緩めます [2]。
 

**①メモ:** システム基板に印刷されているシーケンシャルな順序 (1、2、3、4) でネジを外します。
  - c. ヒートシンク アセンブリーを持ち上げてコンピュータから取り外します [3]。



## ヒートシンク アセンブリーの取り付け

1. ヒートシンク アセンブリーのネジの位置をシステム基板上のホルダーに合わせ、ヒートシンク アセンブリーをプロセッサにセットします [1]。
2. 拘束ネジを締めて、ヒートシンク アセンブリーをシステム基板に固定します [2]。  
**① | メモ:** システム基板上に印字されているシーケンシャルな順序 (1、2、3、4) でネジを締めます。
3. システム基板上のコネクタにヒートシンク ファン アセンブリー ケーブルを接続します [3]。



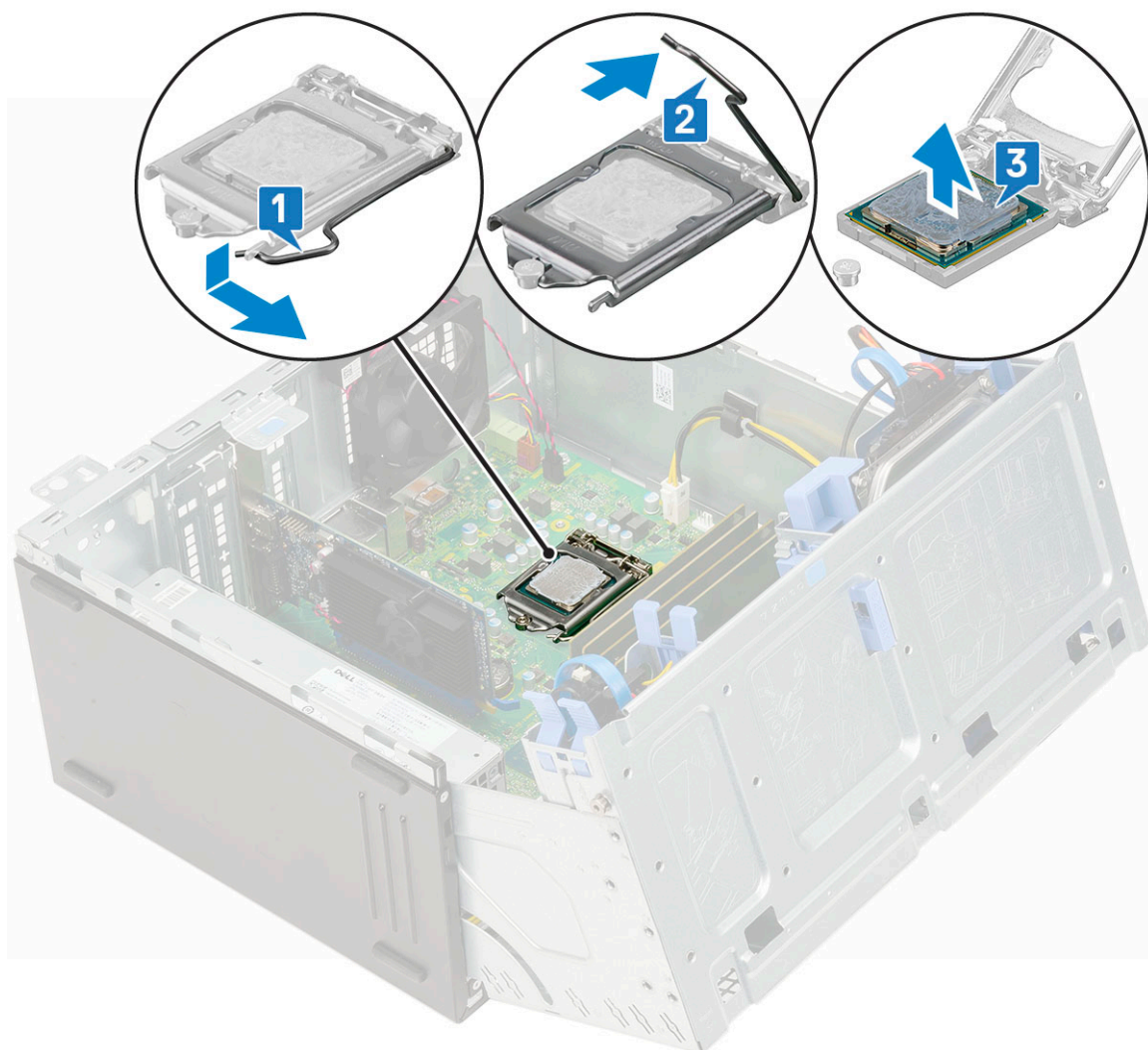
4. 前面パネル ドアを閉じます。
5. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
6. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## プロセッサ

### プロセッサの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. ヒートシンク アセンブリーを取り外します。
5. プロセッサを取り外すには：
  - a. レバーを押し下げてプロセッサシールドのタブの下からソケットレバーを外します [1]。
  - b. レバーを持ち上げて、プロセッサシールドを持ち上げます [2]。
  - c. プロセッサを持ち上げて、ソケットから外します [3]。

**△注意:** プロセッサソケットのピンに触れないでください。ソケットピンは壊れやすく、損傷して修復できなくなることがあります。プロセッサをソケットから取り外す際には、プロセッサソケットのピンを曲げないように気をつけてください。

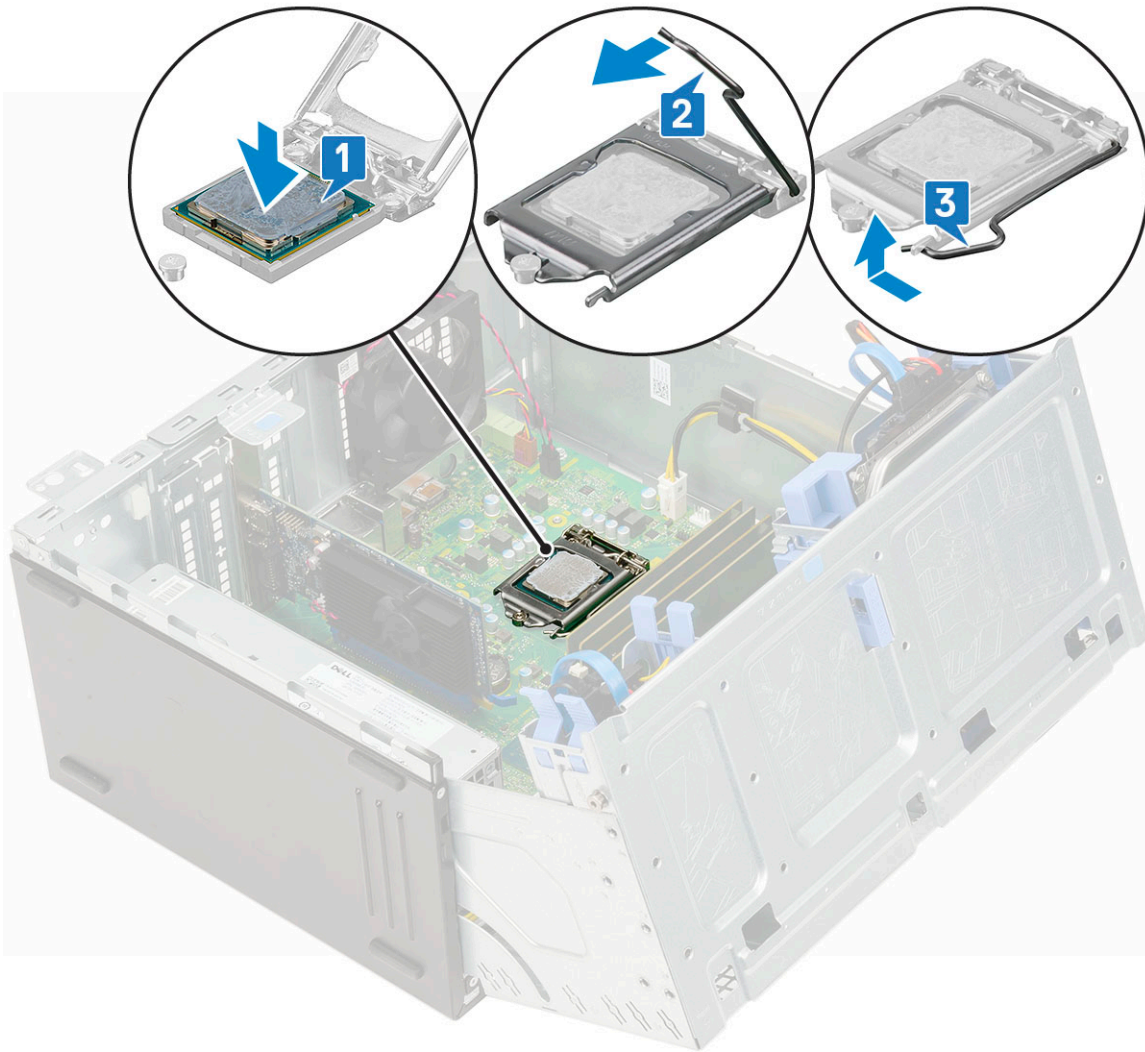


## プロセッサの取り付け

1. プロセッサの位置がソケットキーに合うように、プロセッサをソケット上に置きます [1]。

**△注意:** プロセッサを無理に押し込まないでください。プロセッサの位置が合っていれば、簡単にソケットに入ります。

2. プロセッサ shield を固定ネジの下にスライドさせて閉じます [2]。
3. ソケットレバーを下げてタブの下に押し込み、ロックします [3]。

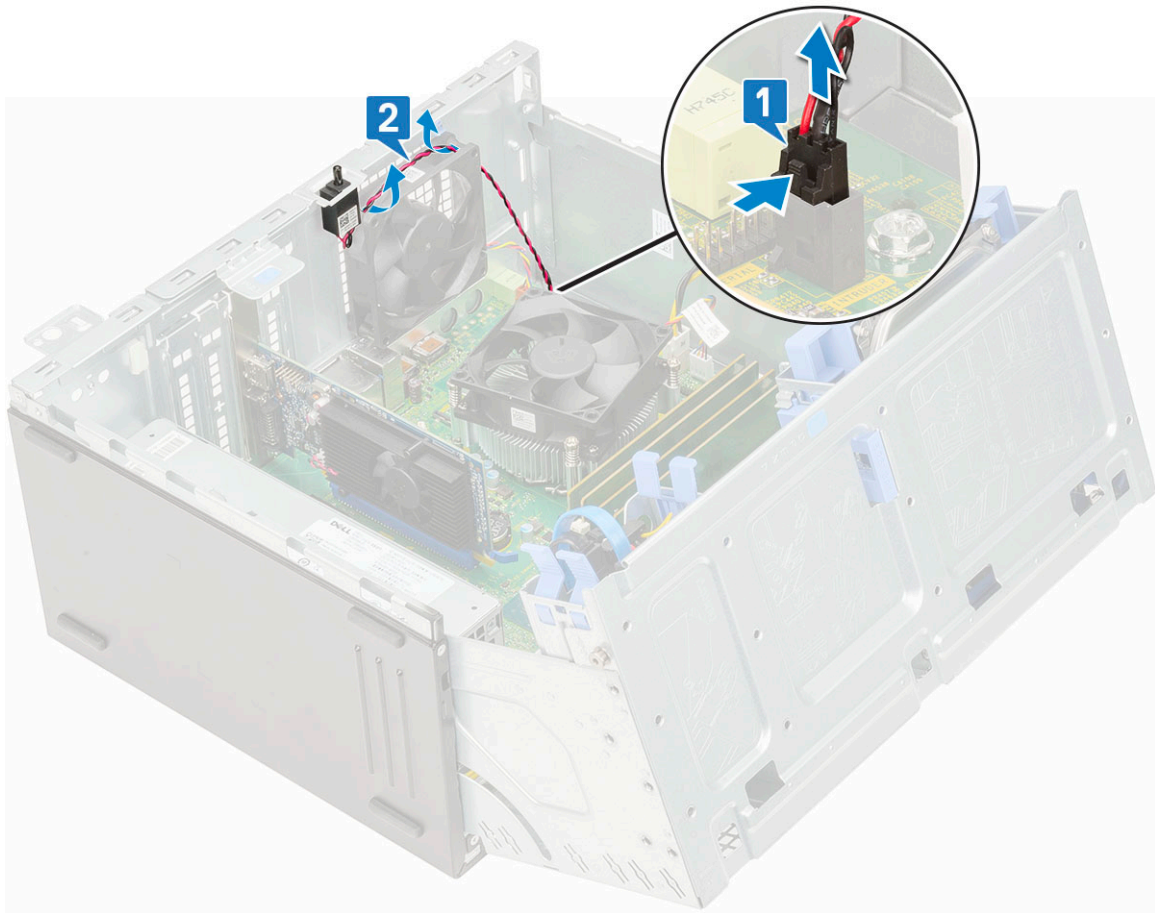


4. ヒートシンク アセンブリーを取り付けます。
5. 前面パネル ドアを閉じます。
6. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
7. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

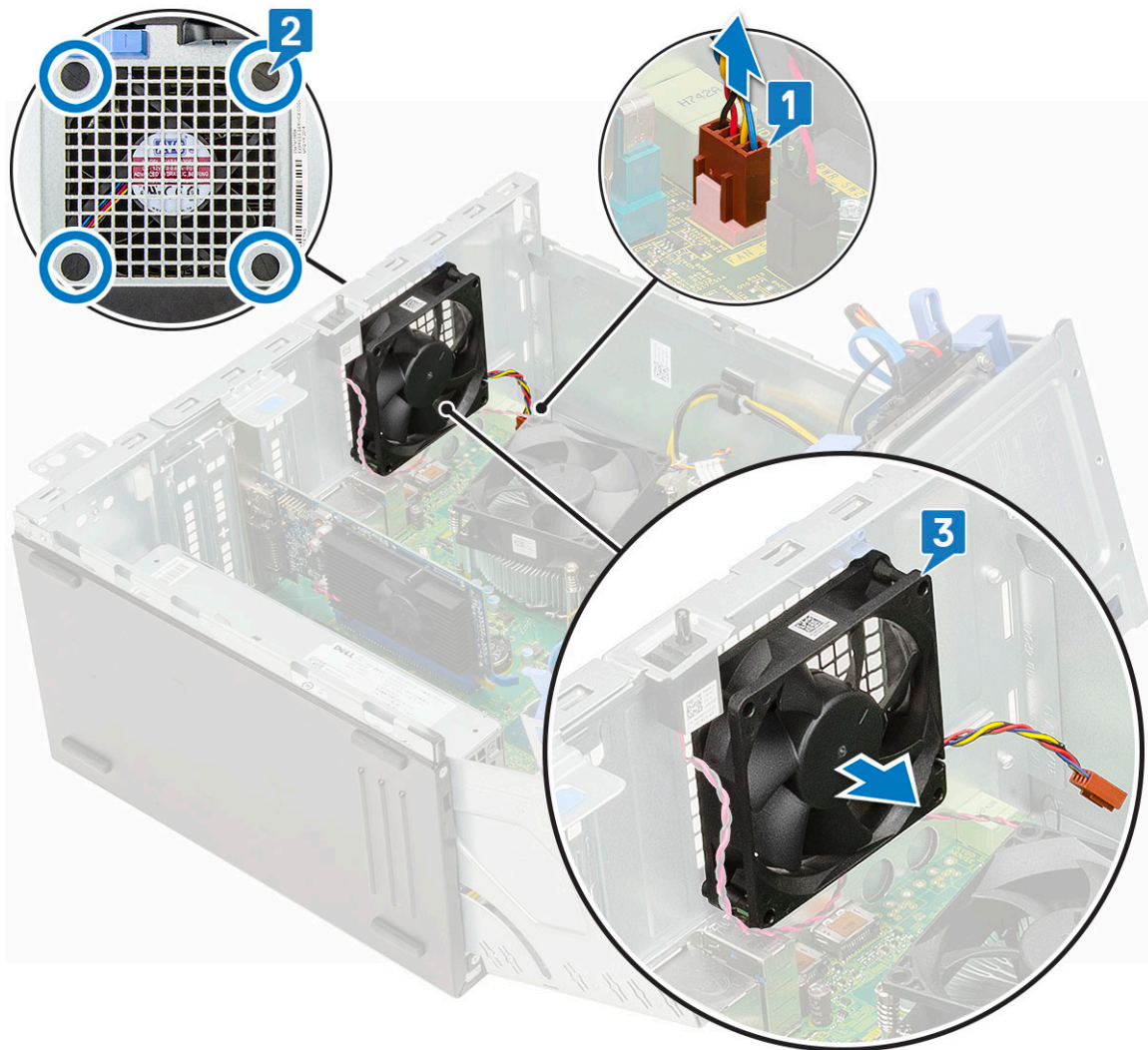
## システムファン

### システムファンの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. システムファンを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. インテリジョンスイッチケーブルをシステム基板上的コネクタから外します [1]。
  - b. インテリジョンスイッチケーブルの配線をファンプロメットから外します [2]。

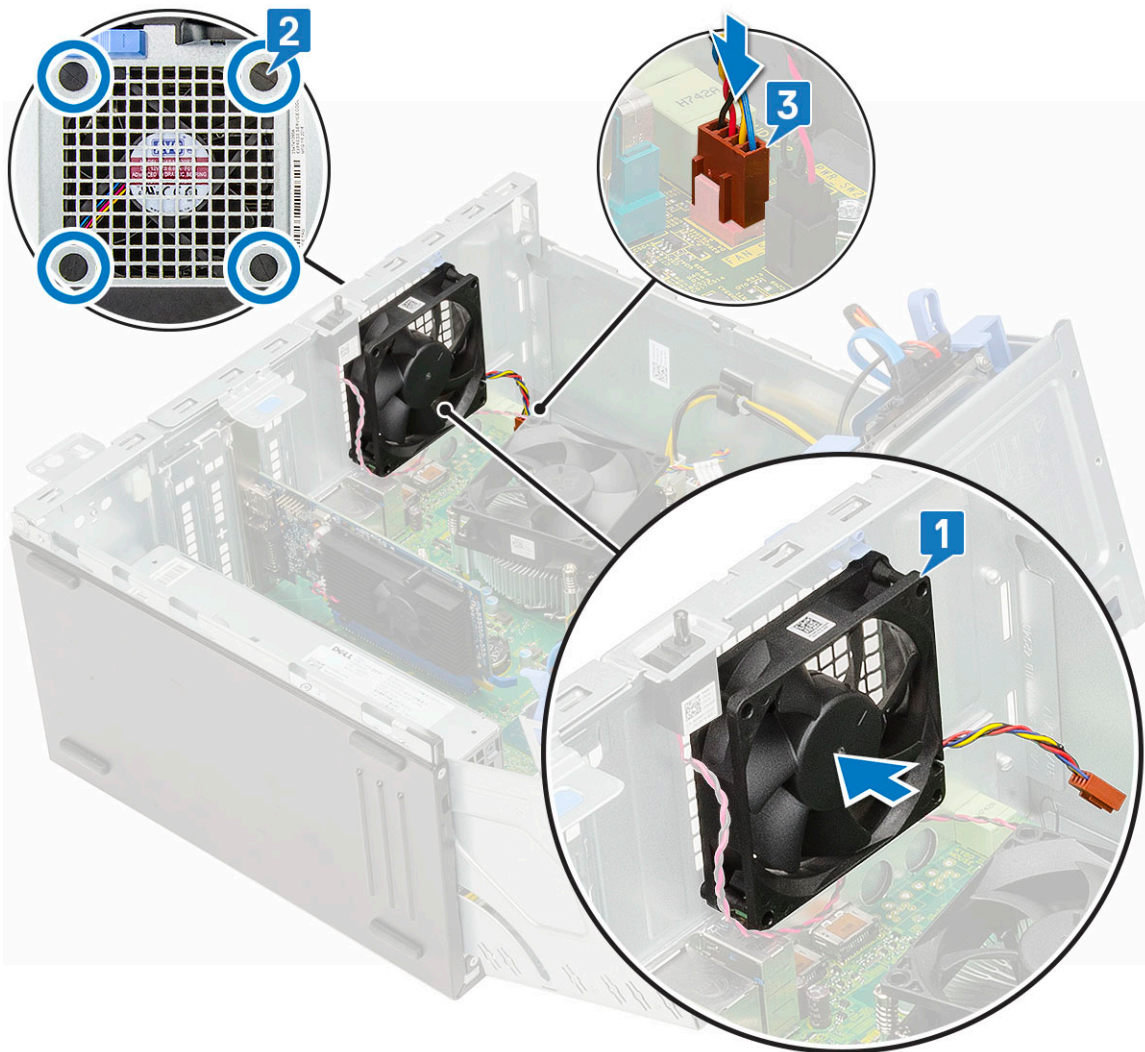


- c. システム基板上のコネクタからシステムファンケーブルを外します [1]。
- d. ファンをコンピュータに固定しているグロメットを広げると、ファンの取り外しが容易になります [2]。
- e. システムファンをコンピュータから引き出します [3]。

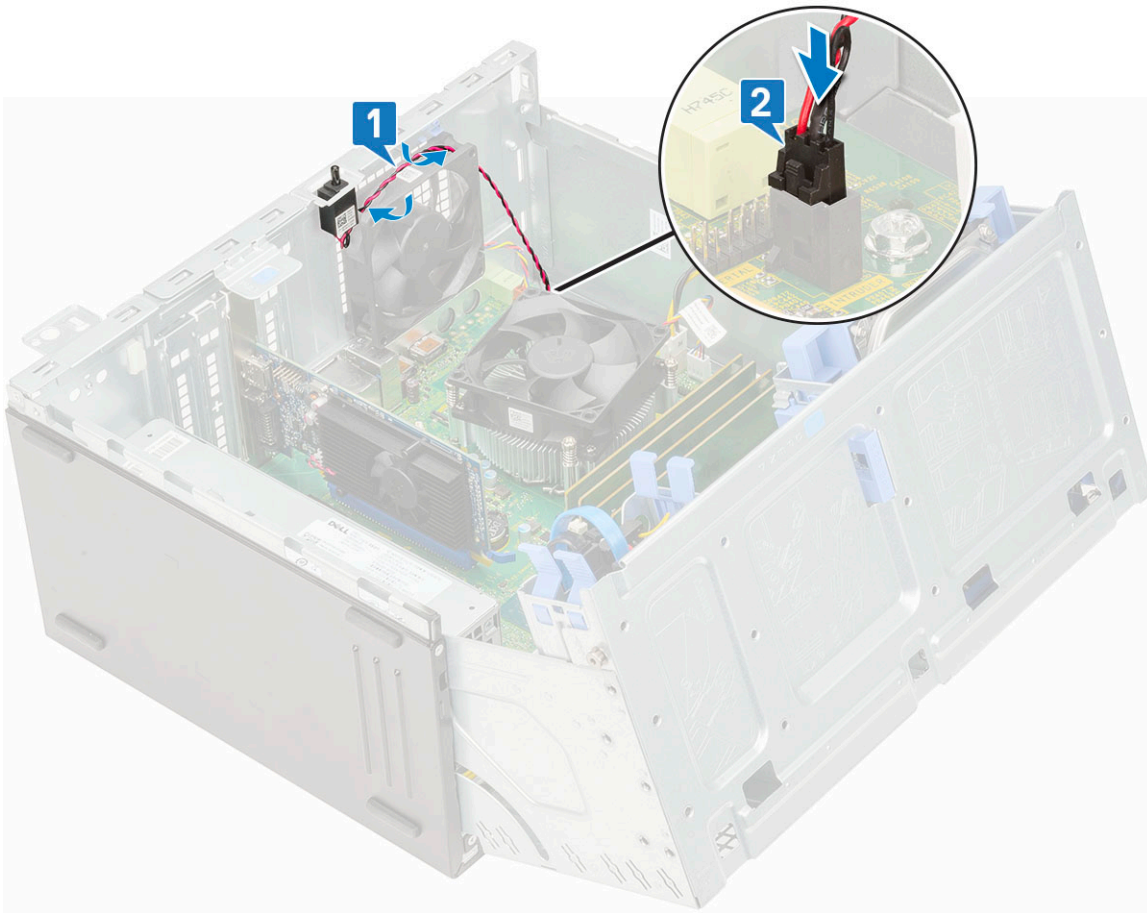


## システムファンの取り付け

1. グロメットをコンピュータの背面にあるスロットに挿入します。
  2. ケーブルがコンピュータの底面を向くようにしてシステムファンを持ちます。
  3. シャーシ壁面のグロメットをシステムファンの溝に合わせます。
  4. グロメットを対応するシステムファンの溝に通します [1]。
  5. グロメットを広げ、所定の位置にロックされるまでシステムファンをコンピュータの方向にスライドさせます [2]。
- ① | メモ:** 最初に下の2つのグロメットを取り付けます。
6. システムファンケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [3]。



7. インタラジョン スイッチ ケーブルをファン グロメットを通して配線します [2]。
8. インタラジョン スイッチ ケーブルをシステム基板に接続します [1]。



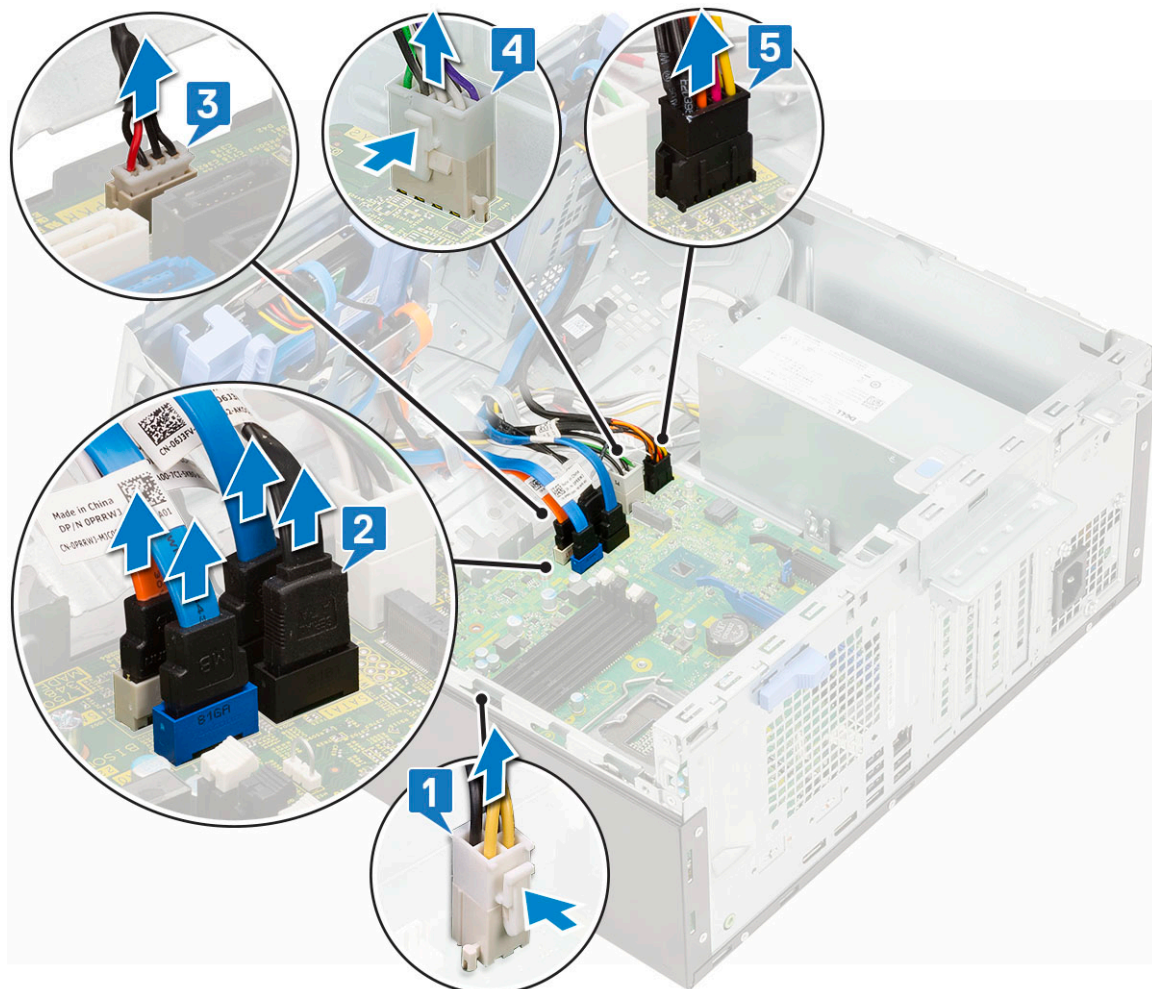
9. 前面パネル ドアを閉じます。
10. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
11. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## システム基板

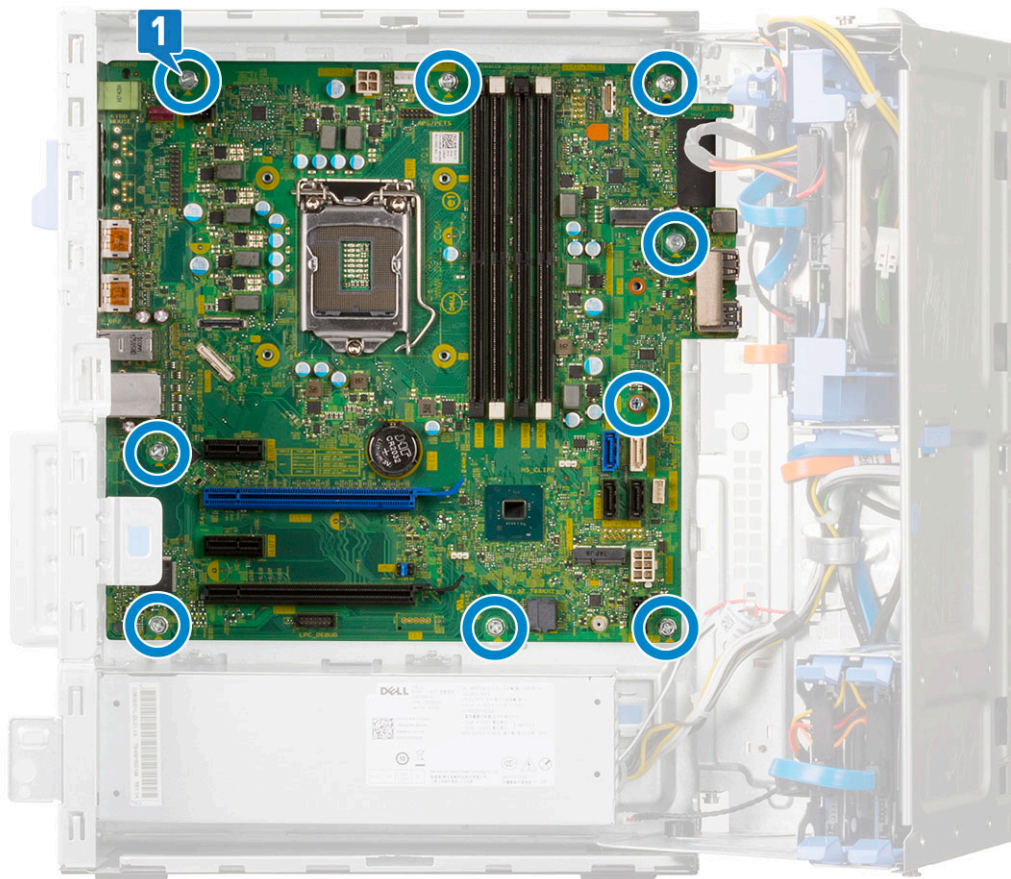
### システム基板の取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. ヒートシンクアセンブリ
  - b. プロセッサ
  - c. 拡張カード
  - d. M.2 SSD
  - e. SD カードリーダー
  - f. メモリモジュール
  - g. ヒートシンク ファン
5. 以下のケーブルを外します。
  - a. インテルーションスイッチ

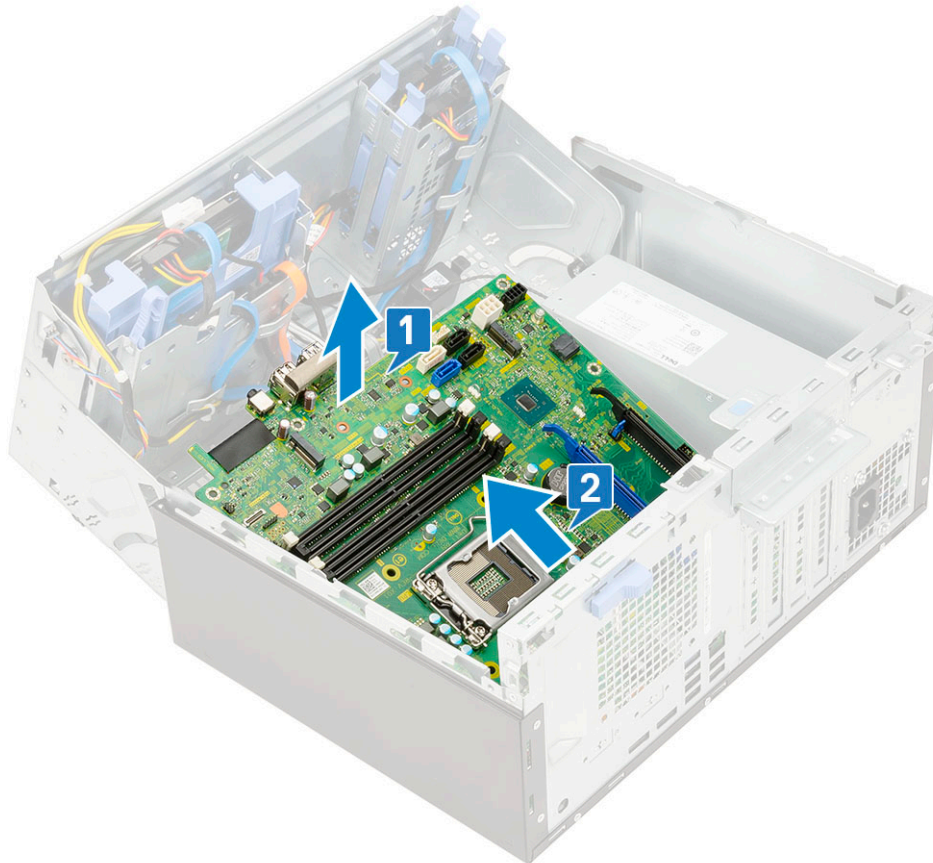
- b. 電源スイッチ
- 6. システム基板から以下のケーブルを外します。
  - a. CPU 電源ケーブル [ 1 ]
  - b. ハードドライブのデータ ケーブルと光学ドライブのデータ ケーブル [ 2 ]
  - c. スピーカー ケーブル [ 3 ]
  - d. システム電源ケーブル [ 4 ]
  - e. SATA ケーブル [ 5 ]



- 7. システム基板を取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. システム基板をコンピュータに固定しているネジを外します [1]。




b. システム基板をスライドさせて持ち上げ、コンピューターから取り外します [1, 2]。



# 前面パネル ドア

## 前面パネル ドアを開く

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル

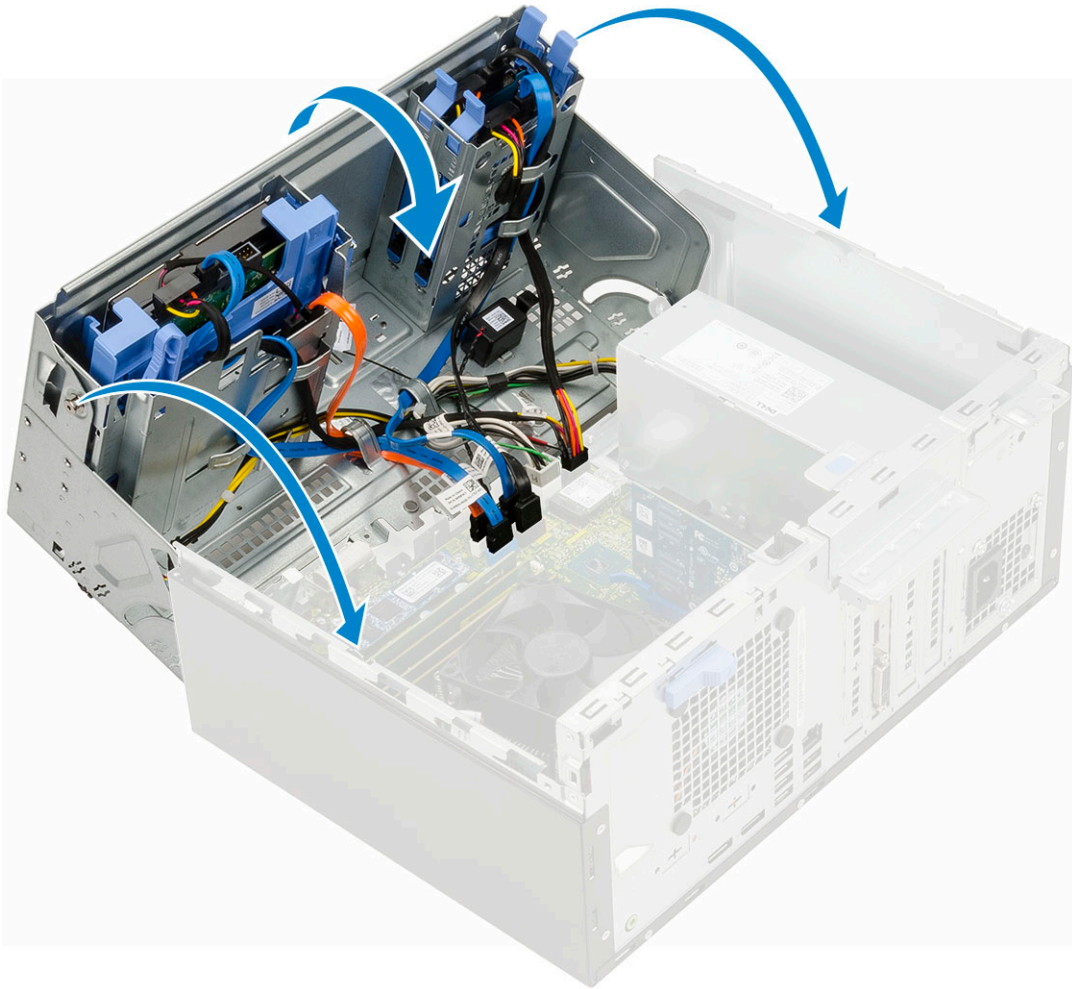
 **注意:** 前面パネルドアは限られた範囲内でしか開きません。許容範囲の上限については、前面パネル ドアに印刷された画像を参照してください。

3. 前面パネルドアを引いて開きます。



## 前面パネル ドアを閉じる

1. 前面パネル ドアを回転させて閉じます。

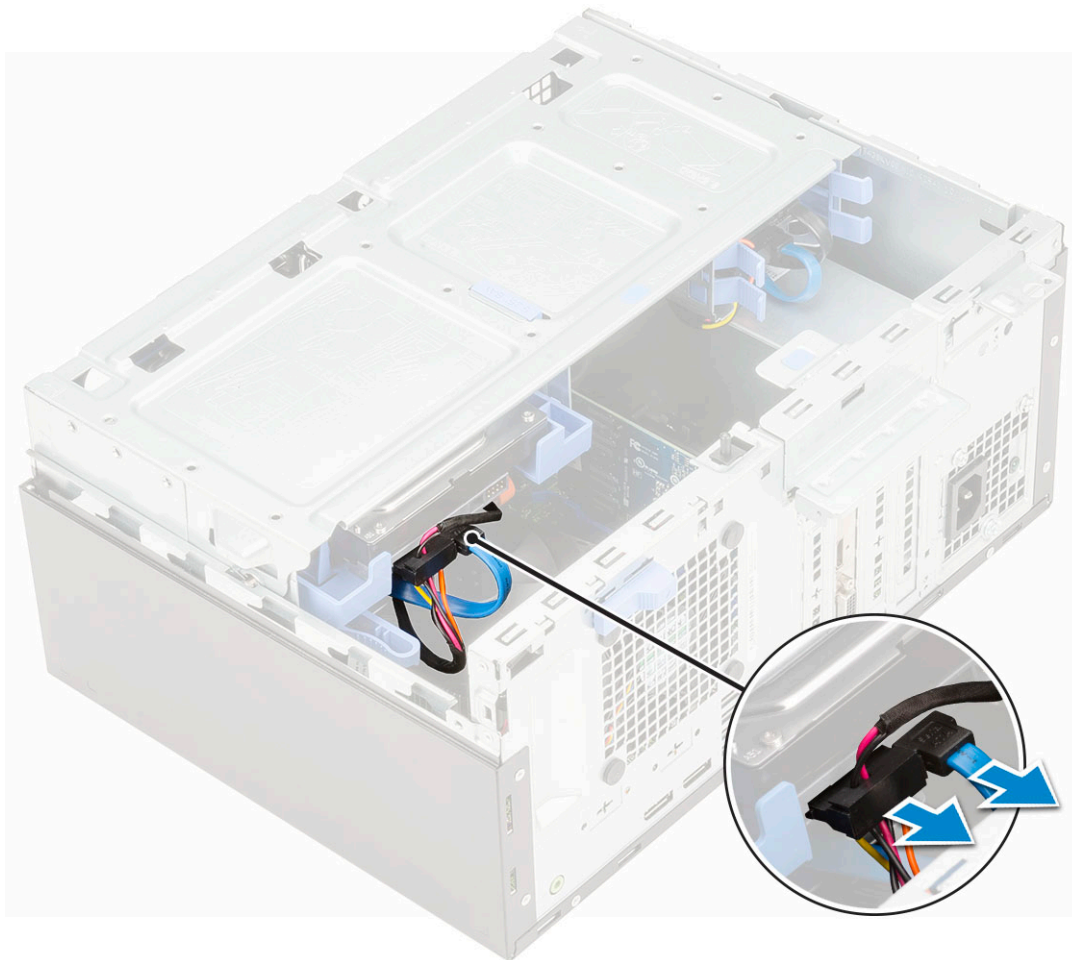


2. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

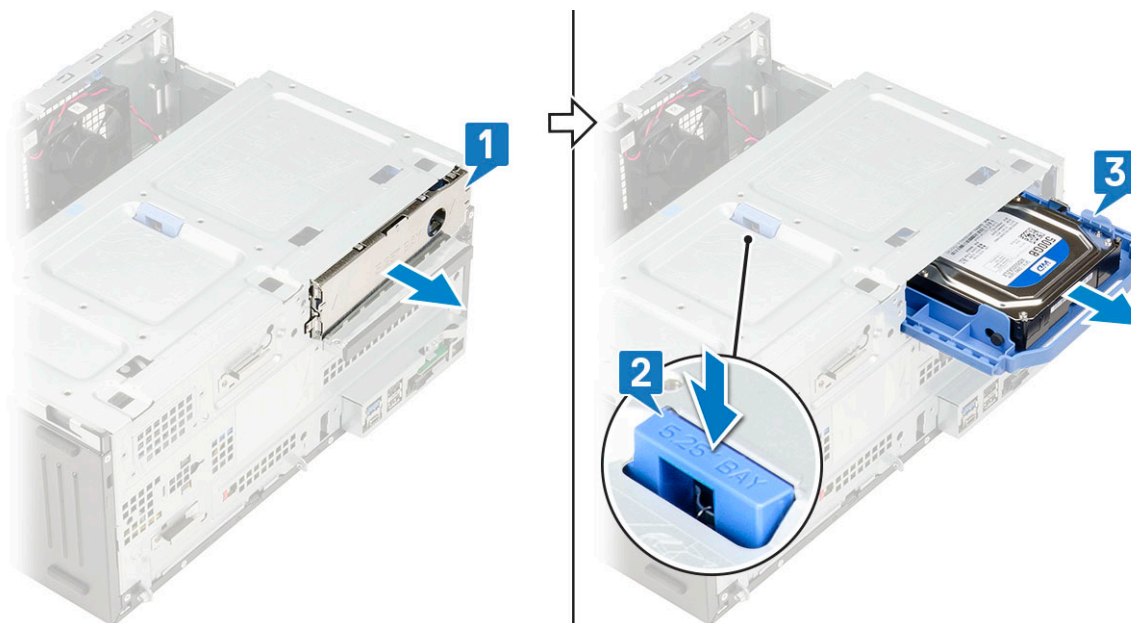
## 3.5 インチ ハードドライブ

### 3.5 インチ ハードドライブアセンブリーの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. ハードドライブアセンブリーを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. SATA ケーブルと電源ケーブルをハードドライブのコネクタから外します。

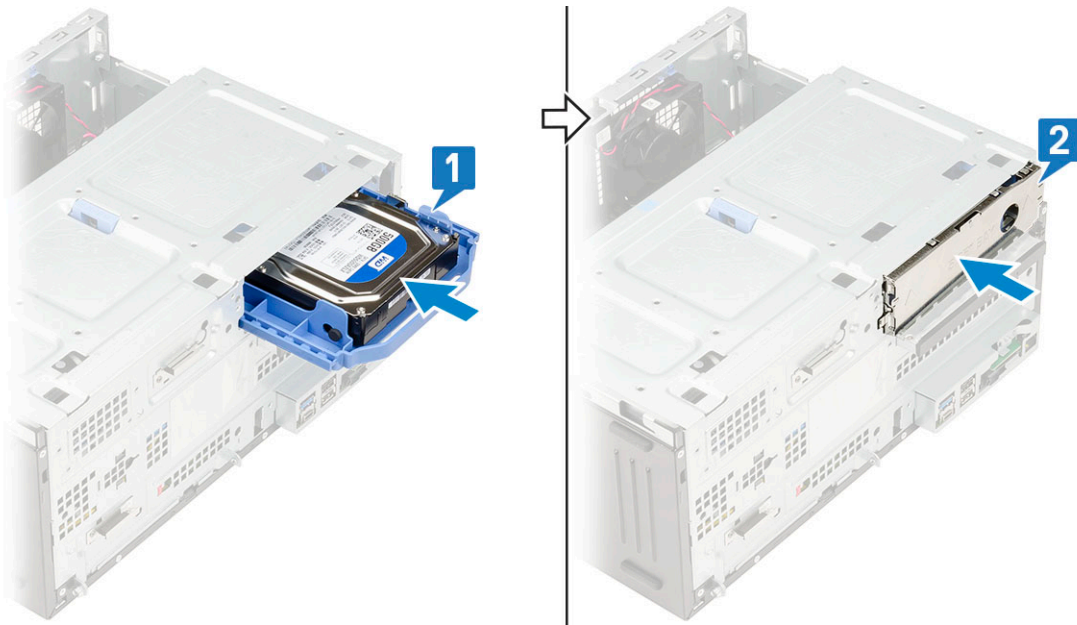


- b. HDD フィラーブラケットをシステムから取り外します [1]。
- c. 青色のタブを押して [2]、ハードドライブアセンブリーをシステムから引き出します [3]。

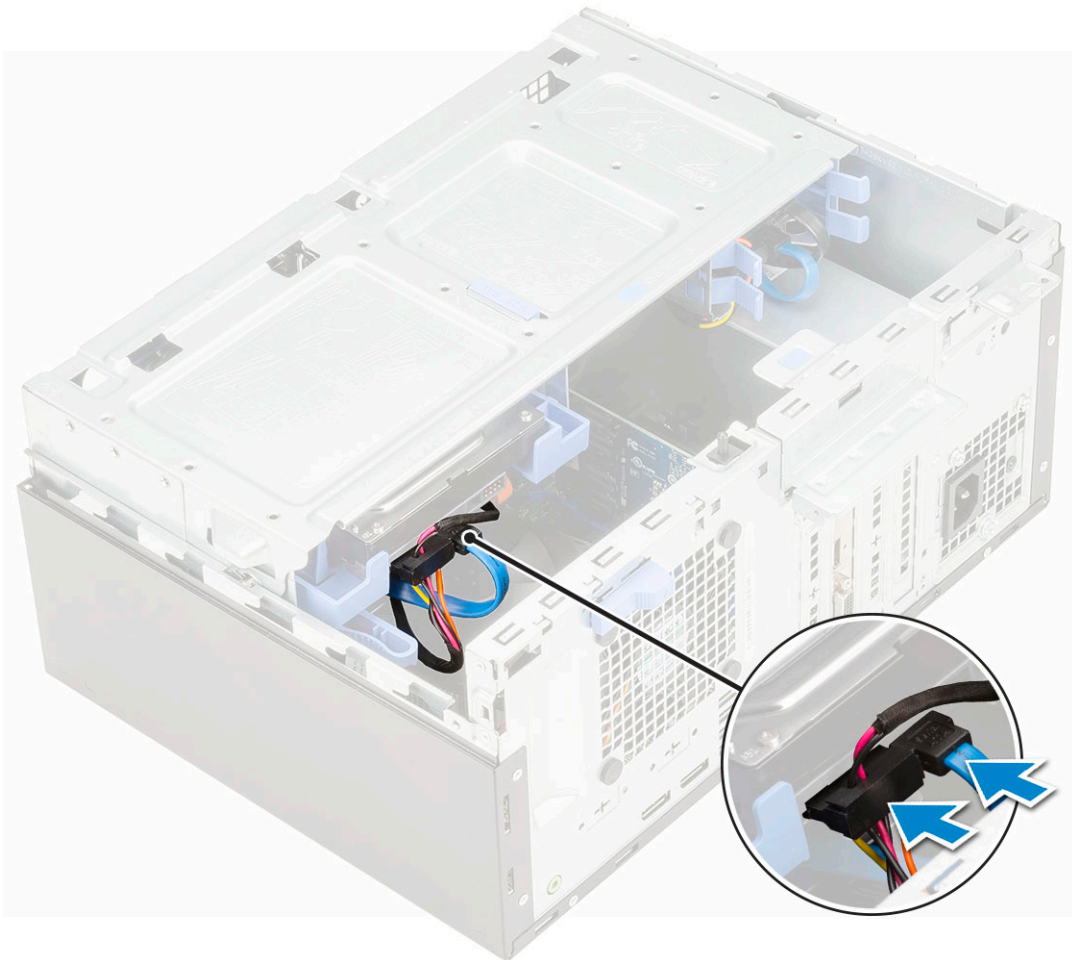


### 3.5 インチ ハードドライブアセンブリーの取り付け

- 1. カチッと所定の位置に収まるまで、ハードドライブアセンブリーをシステムのスロットに差し込みます [1]。
- 2. HDD フィラーブラケットを取り付けます [2]。



3. SATA ケーブルと電源ケーブルをハードドライブのコネクタに接続します。

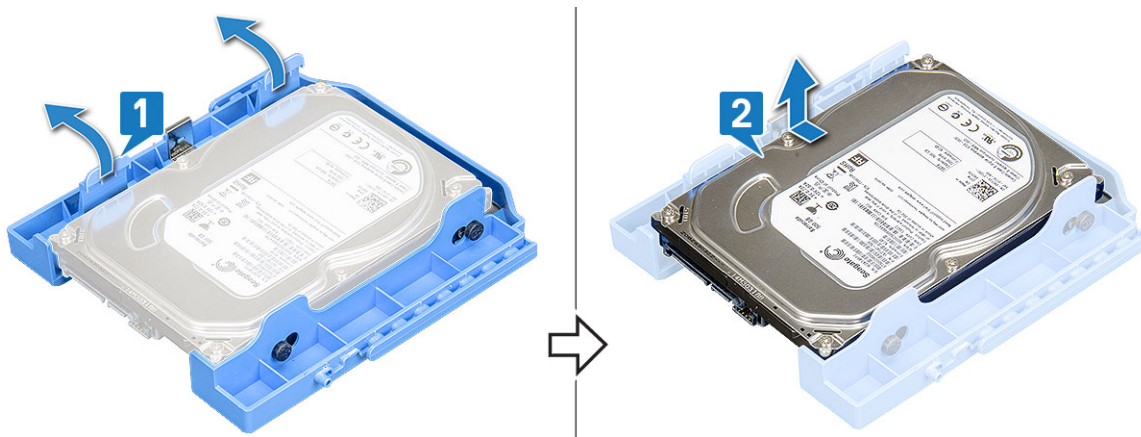


4. 次のコンポーネントを取り付けます。
- a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## 3.5 インチハードドライブ

### ハードドライブブラケットからの3.5インチハードドライブの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. 3.5インチHDDアセンブリ
3. ハードドライブを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. ハードドライブブラケットの片側を引いて、ブラケットのピンをハードドライブのスロットから外します [1]。
  - b. ハードドライブを持ち上げてハードドライブブラケットから取り外します [2]。



### ハードドライブブラケットへの3.5インチハードドライブの取り付け

1. ハードドライブを取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. ハードドライブをハードドライブブラケットの側面に揃え、もう一方の側面にあるタブを引いて、ブラケットのピンをハードドライブに挿入します [1]。
  - b. ハードドライブをカチッと所定の位置に収まるまで、ハードドライブブラケットに挿入します [2]。

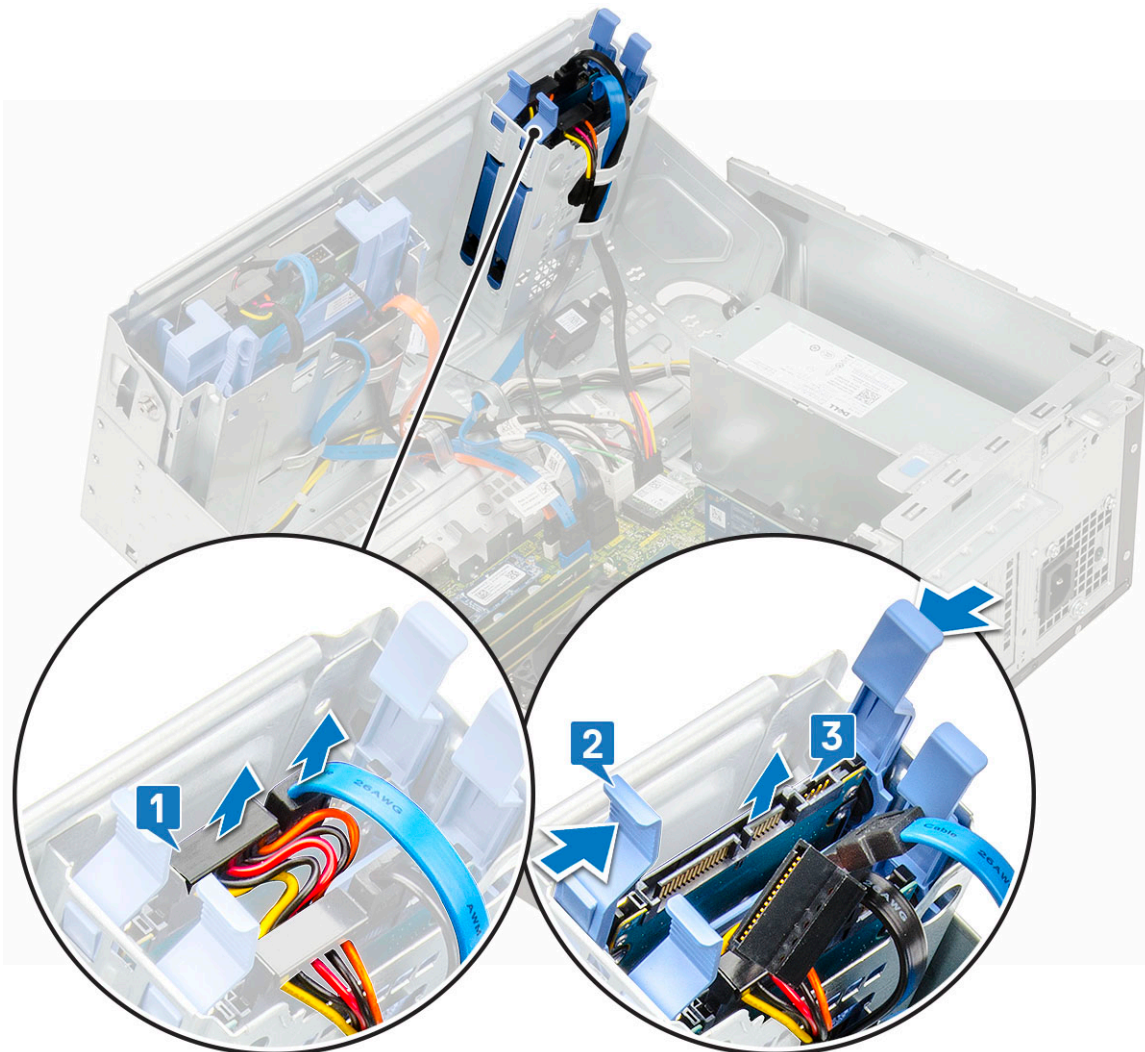


2. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 3.5インチハードドライブアセンブリ
  - b. 前面ベゼル
  - c. サイドカバー
3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## 2.5 インチ ハードドライブアセンブリ

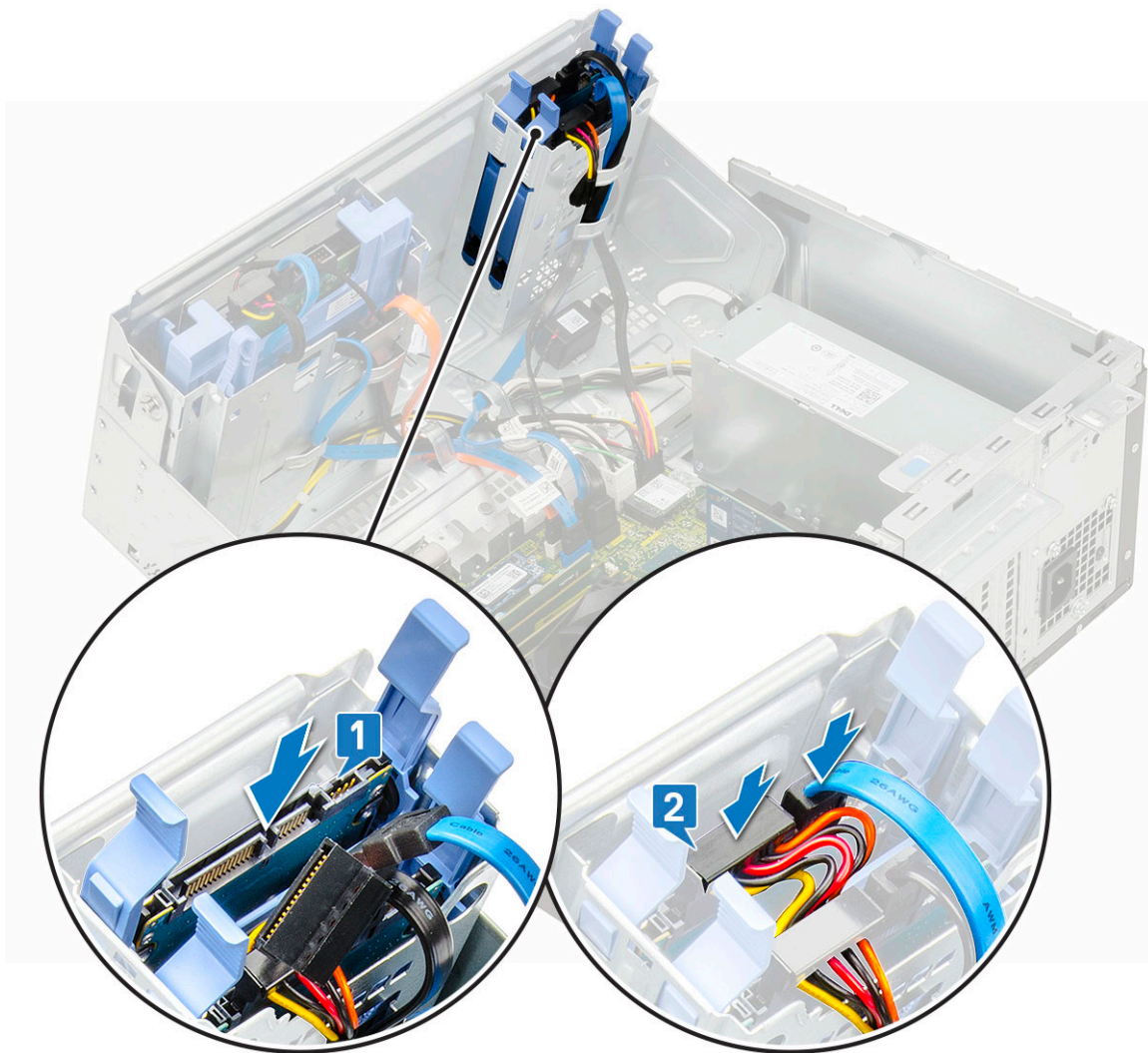
### 2.5 インチ ハードドライブアセンブリの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. ハードドライブアセンブリを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. ハードドライブ データ ケーブルと電源ケーブルを 2.5 インチ ハードドライブのコネクタから外します [1]。
  - b. 両側のアセンブリの青色のタブを押して [2]、ハードドライブアセンブリをシステムから引き出します [3]。



### 2.5 インチ ドライブ アセンブリーの取り付け

1. ハードドライブを取り付けるには、以下の手順を実行します。
  - a. ハードドライブアセンブリーをカチッと所定の位置に収まるまで、システムのスロットに差し込みます [1]。
  - b. ハードドライブ データ ケーブルと電源ケーブルを 2.5 インチ ハードドライブのコネクタに接続します [2]。

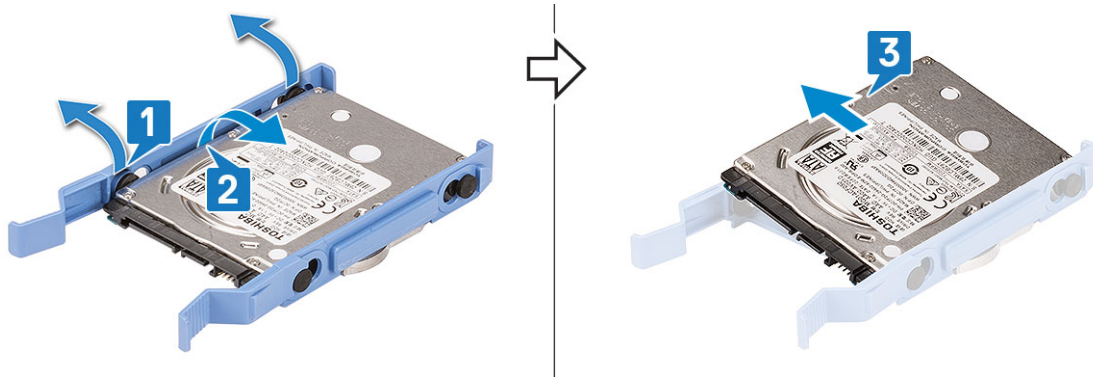


2. 前面パネル ドアを閉じます。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## 2.5 インチハードドライブ

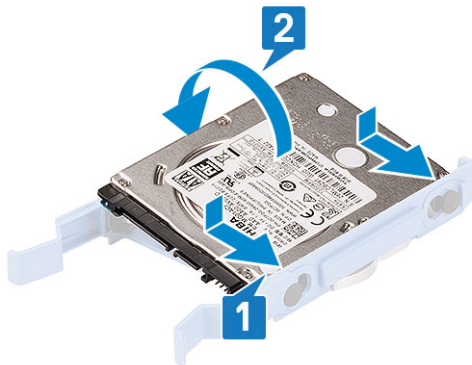
### ドライブブラケットからの 2.5 インチ ドライブの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. 2.5 インチ ハードドライブアセンブリー
3. ドライブを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. ドライブブラケットの片側を引いて、ブラケットのピンをドライブのスロットから外します [1]。
  - b. ドライブを持ち上げてドライブブラケットから取り外します [2]。
  - c. ドライブをブラケットから取り外します [3]。



## ハードドライブブラケットへの2.5インチハードドライブの取り付け

1. ハードドライブを取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. ハードドライブをハードドライブブラケットの側面に揃え、もう一方の側面にあるタブを引いて、ブラケットのピンをハードドライブに挿入します。
  - b. ハードドライブをカチッと所定の位置に収まるまで、ハードドライブブラケットに挿入します [1]。
  - c. ハードドライブをカチッと所定の位置に収まるまで、ハードドライブブラケットに挿入します [2]。



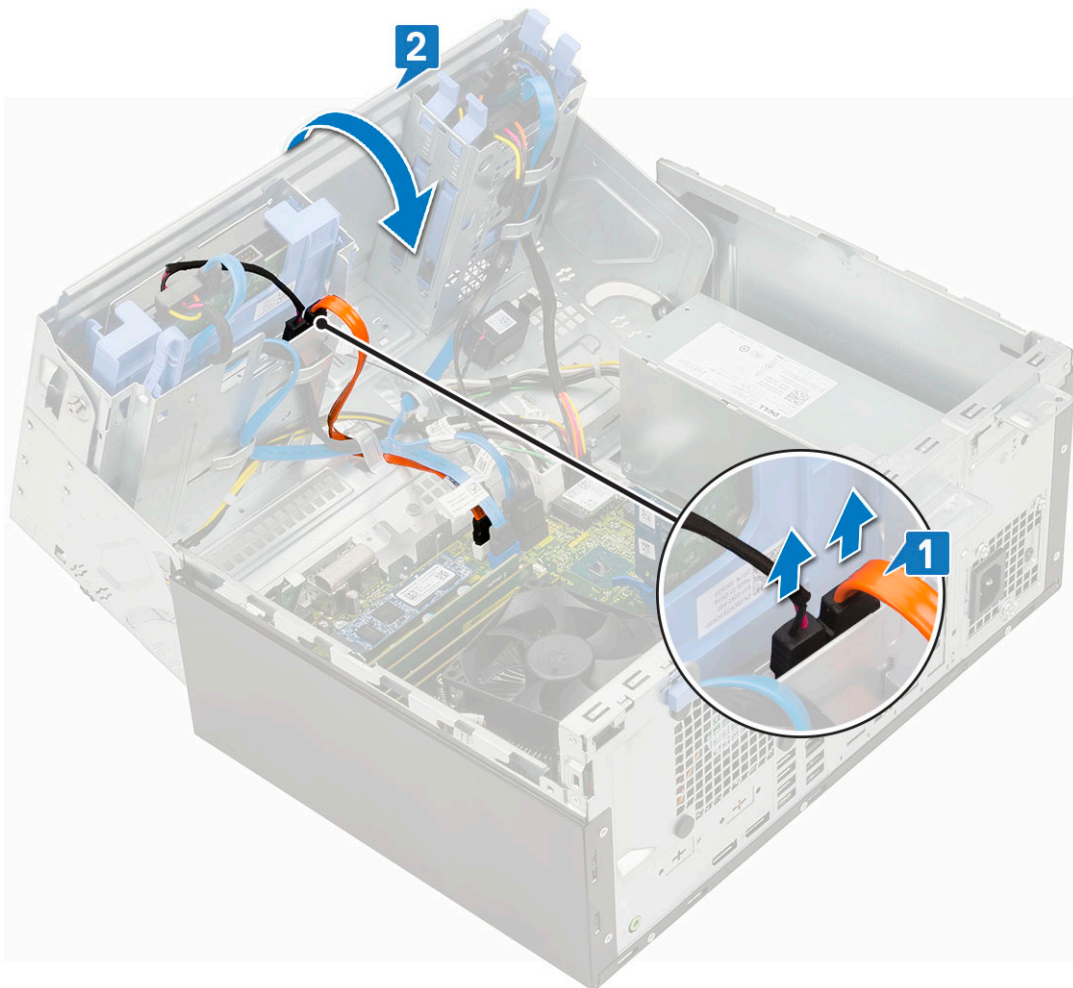
2. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 2.5インチハードドライブアセンブリ
  - b. 前面ベゼル
  - c. サイドカバー
3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## オプティカルドライブ

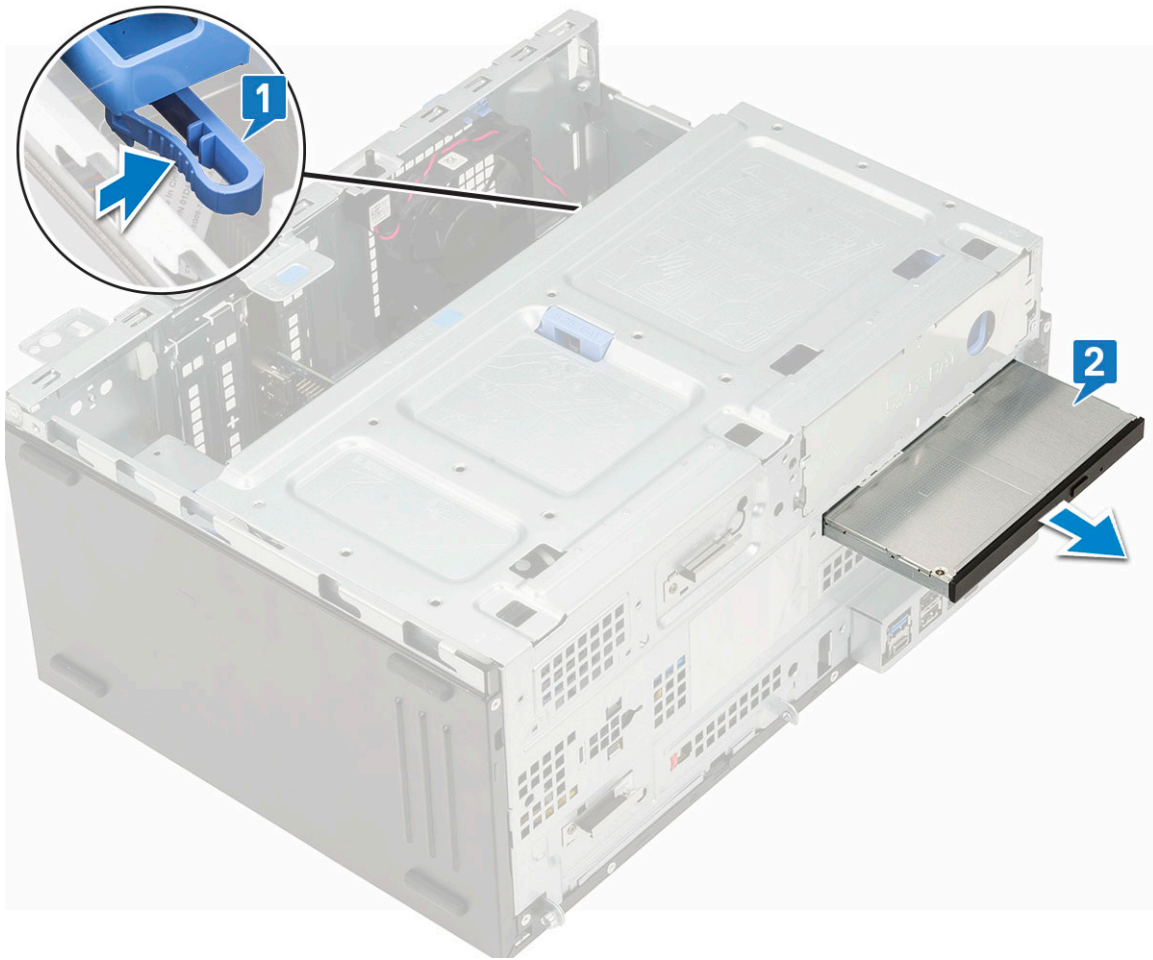
### オプティカルドライブの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. 光学ドライブアセンブリを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. データケーブルと電源ケーブルを光学ドライブのコネクタから外します [1]。
 

**メモ:** ドライブケースの下のタブからケーブルの配線を外して、コネクタからケーブルを外せるようにしなければならない場合があります。
  - b. 前面パネルドアを閉じます [2]。

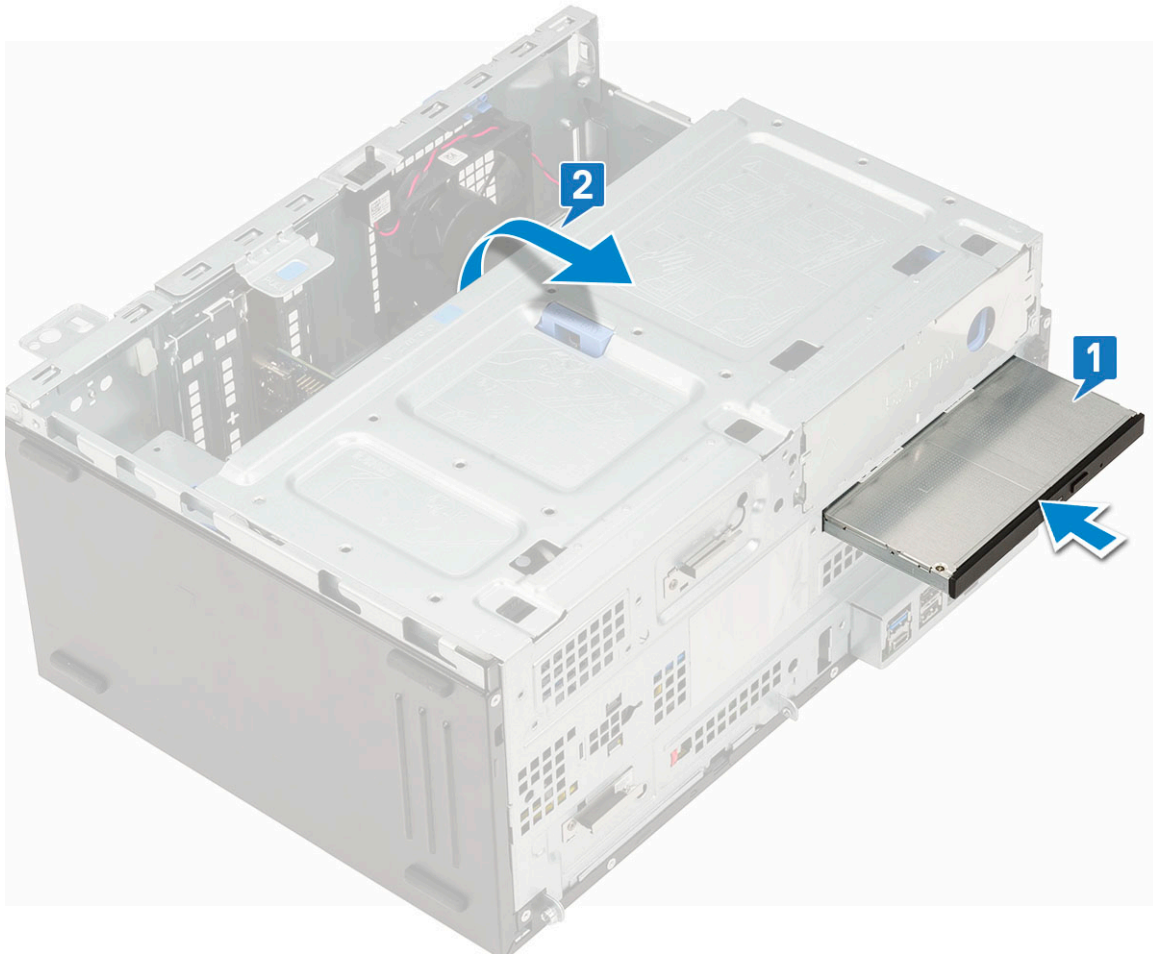


c. 青色のリリースタブを押して [1]、光学ドライブをシステムから引き出します [2]。

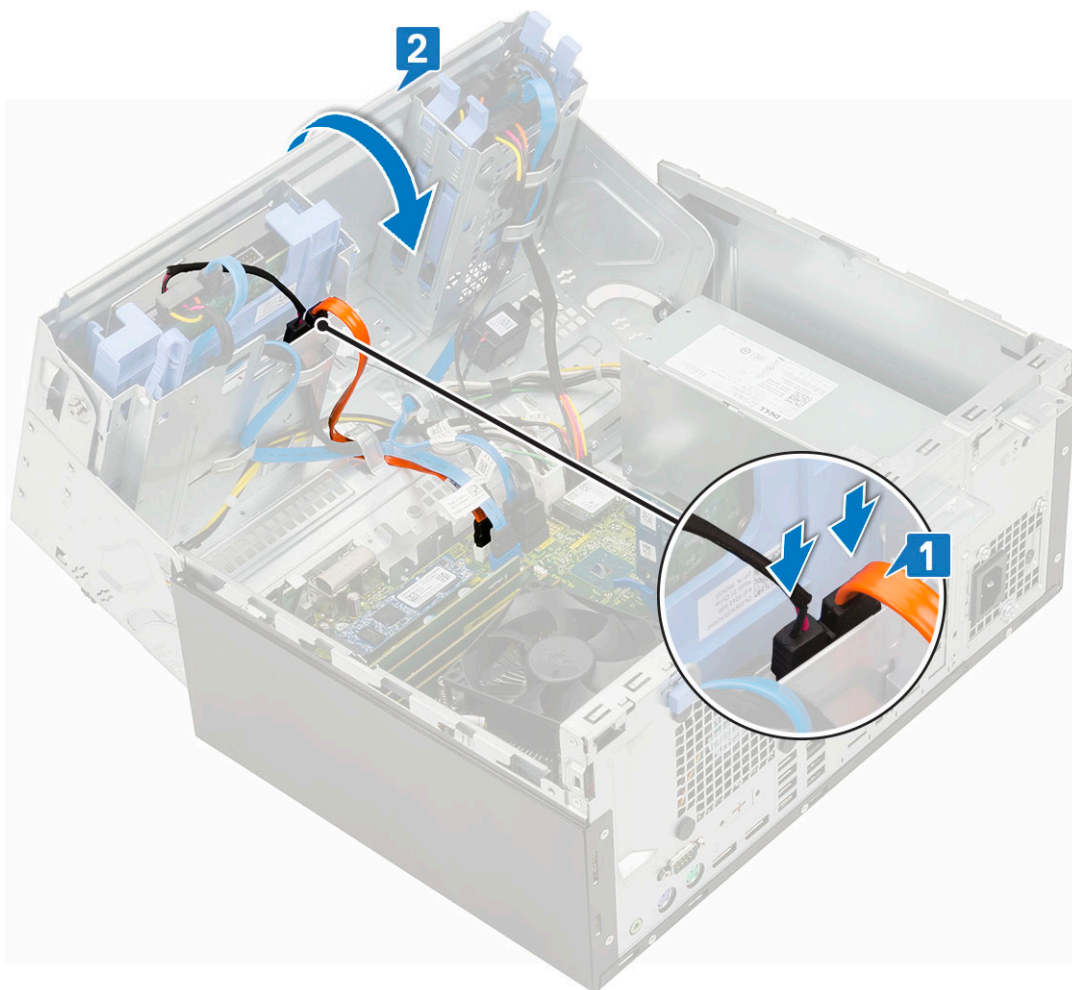


## 光学ドライブの取り付け

1. 光学ドライブを取り付けるには、以下の手順を実行します。
  - a. 光学ドライブをカチッと所定の位置に固定されるまで、光学ドライブ ベイに差し込みます [1]。
  - b. 前面パネル ドアを開きます [2]。



- c. ケーブルをドライブ ケージの下に配線します。
- d. 光学ドライブのデータ ケーブルと電源ケーブルを光学ドライブのコネクタに接続します [ 1 ]。
- e. 前面パネル ドアを閉じます [ 2 ]。

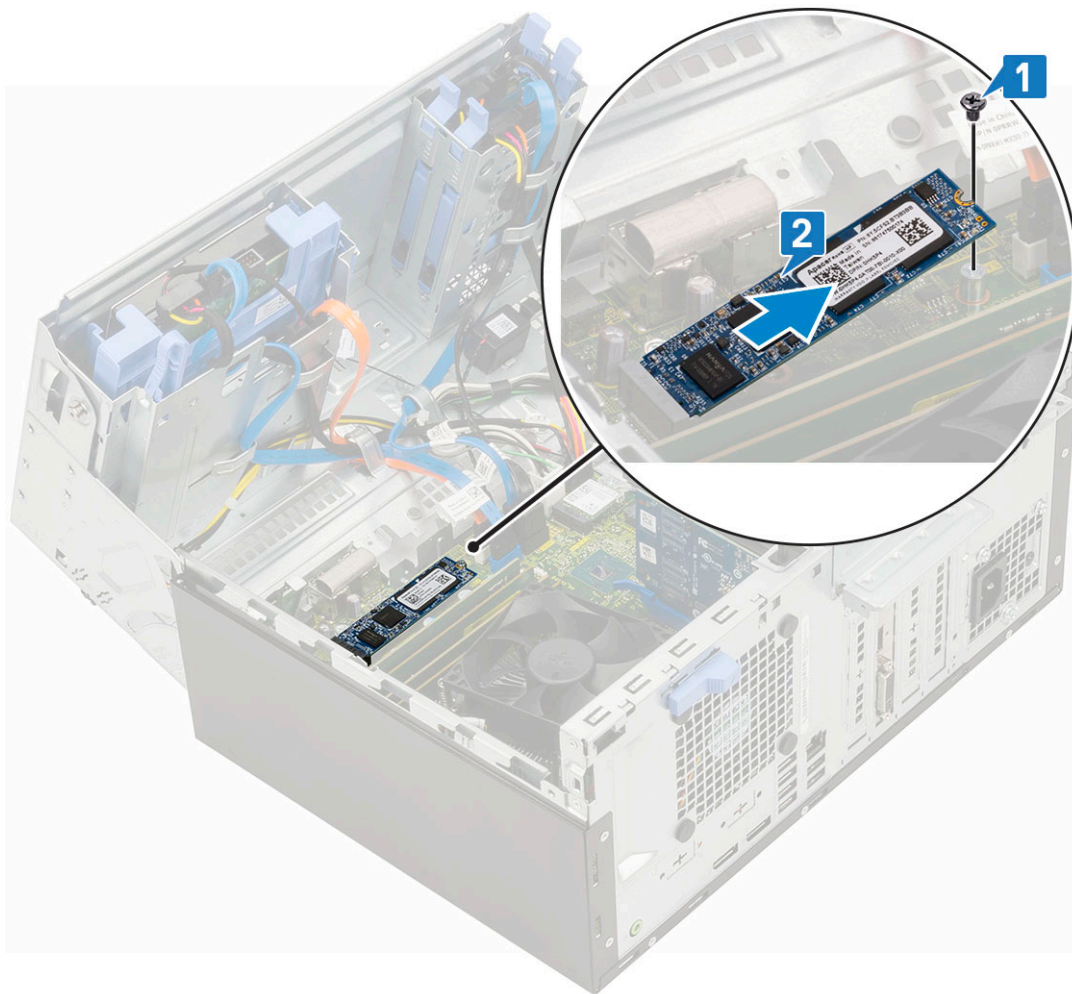


2. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## M.2 SSD

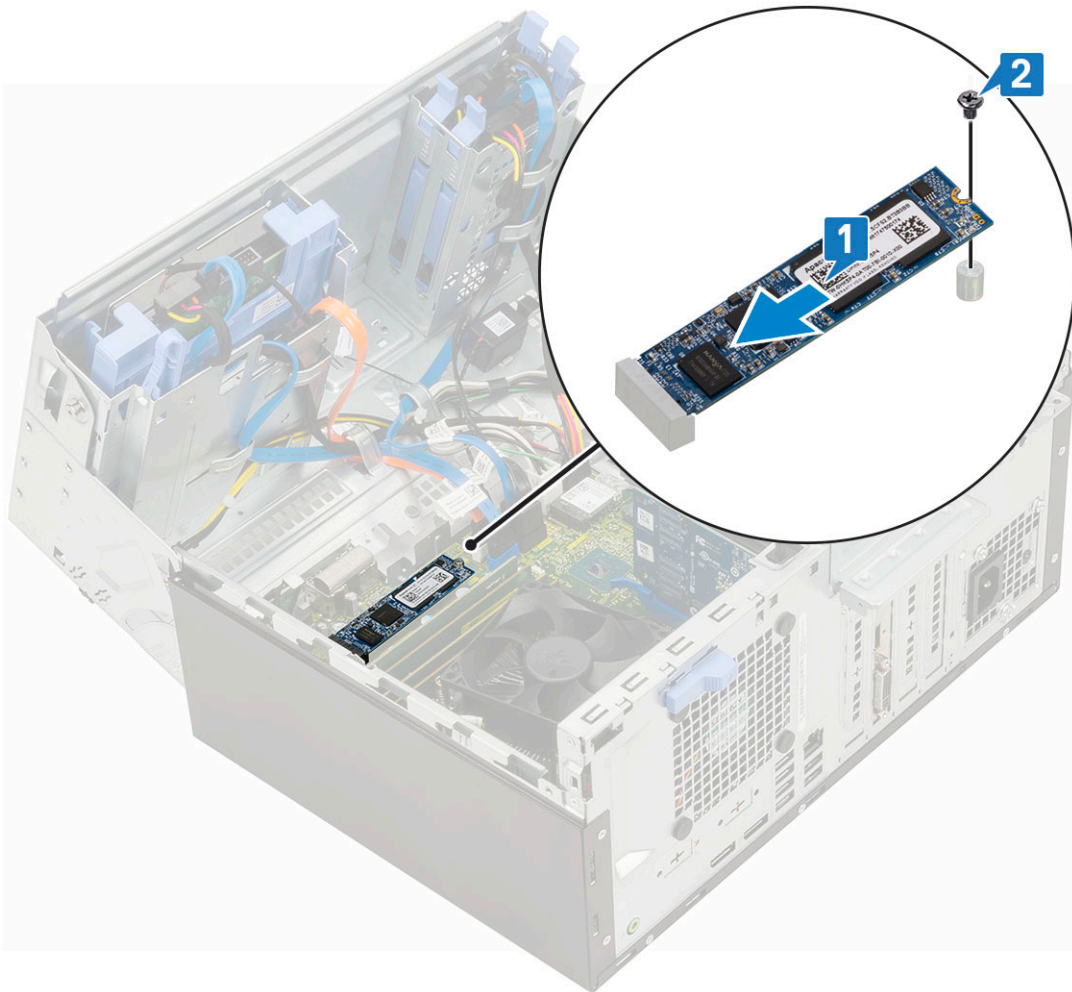
### M.2 SSD の取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. M.2 SSD を取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. SSD をシステム基板に固定している 1 本のネジを取り外します [ 1 ]。
  - b. M.2 SSD をシステム基板のコネクタから引き出します [ 2 ]。



## M.2 SSD の取り付け

1. M.2 SSD をシステム基板のコネクタに差し込みます [1]。
2. SSD をシステム基板に固定する1本のネジを取り付けます [2]。

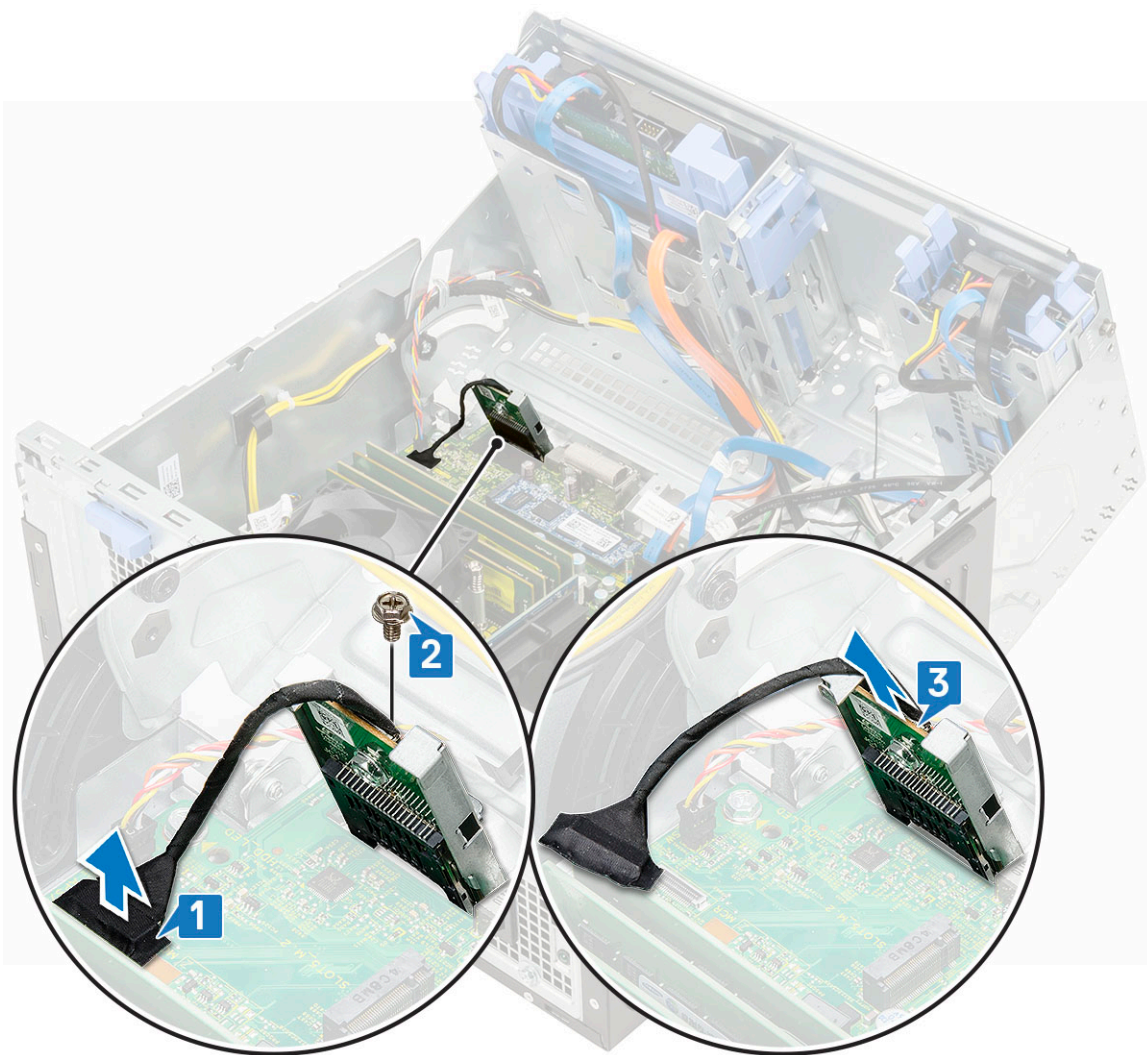


3. 前面パネル ドアを閉じます。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## SD カードリーダー

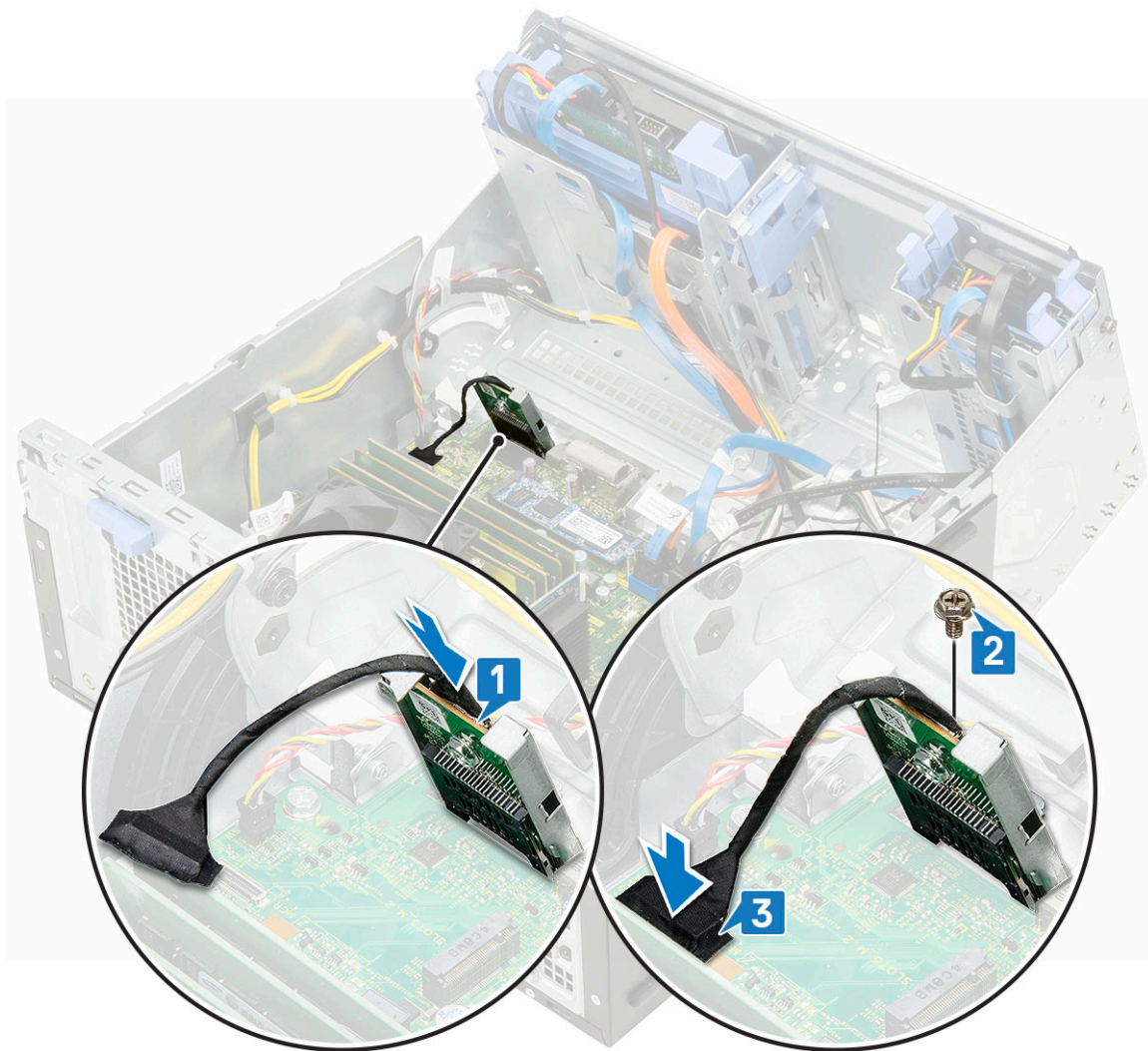
### SD カードリーダーの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. SD カードリーダーを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. SD カードリーダーケーブルをシステム基板のコネクタから外します [1]。
  - b. SD カードリーダーを前面パネル ドアに固定しているネジを取り外します [2] 。
  - c. SD カードリーダーを持ち上げてシステムから取り外します [3] 。



## SD カードリーダーの取り付け

1. SD カードリーダーを取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. SD カードリーダーを前面パネルドアのスロットに挿入します [1]。
  - b. SD カードリーダーを前面パネルドアに固定するネジを取り付けます [2]。
  - c. SD カードリーダーのケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [3]。

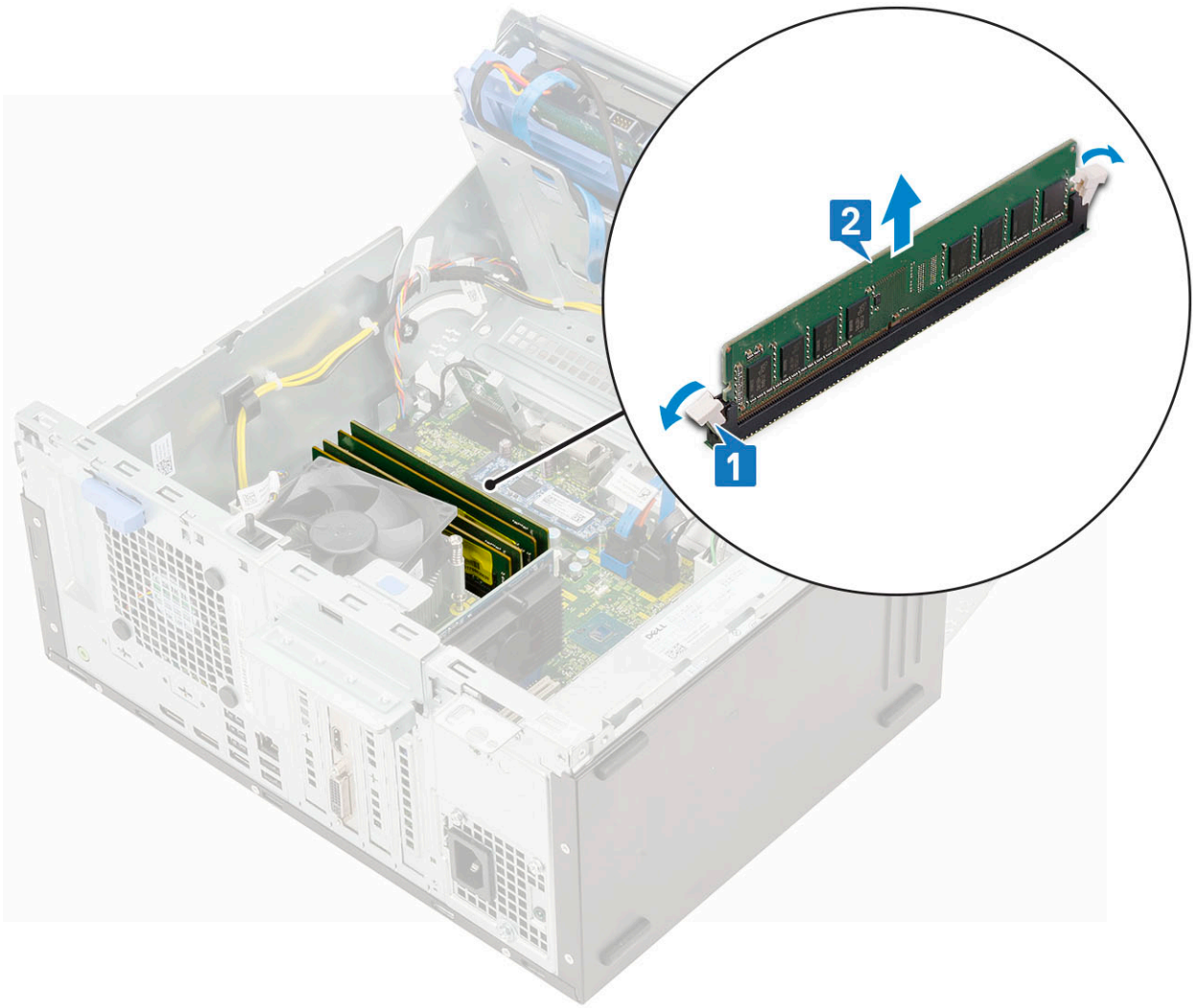


2. 前面パネル ドアを閉じます。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## メモリモジュール

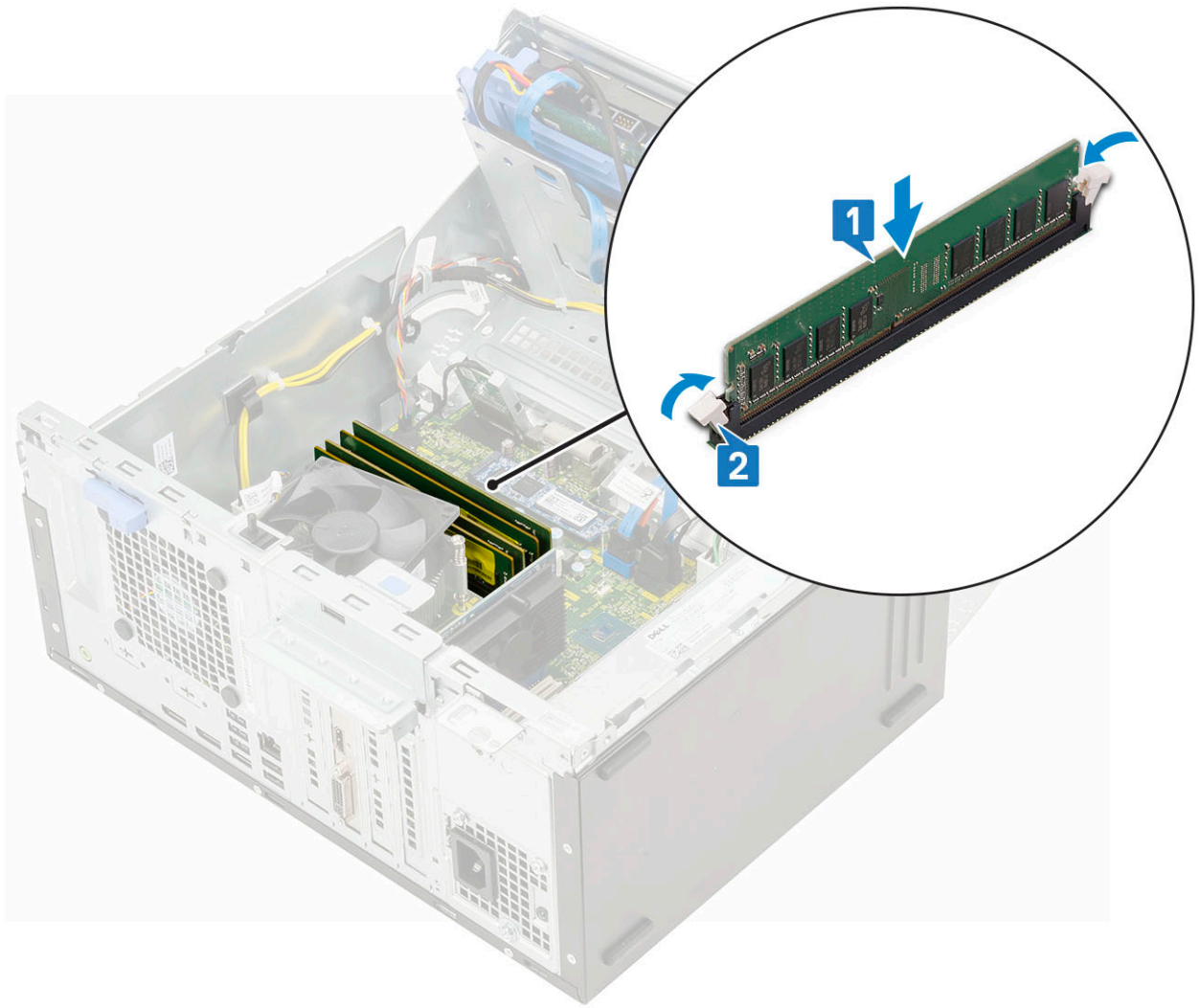
### メモリモジュールの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. メモリモジュールを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. メモリ モジュールが持ち上がるまでメモリモジュールを固定しているクリップを引きます [1]。
  - b. メモリモジュールをシステム基板から取り外します [2]。



## メモリモジュールの取り付け

1. メモリ モジュールを取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. メモリモジュールの切り込みをメモリモジュールコネクタのタブに合わせます。
  - b. メモリ モジュールをメモリ モジュール ソケットに差し込みます [1]。
  - c. メモリ モジュールの固定タブが所定の位置にカチッと収まるまで、メモリ モジュールを押し込みます [2]。



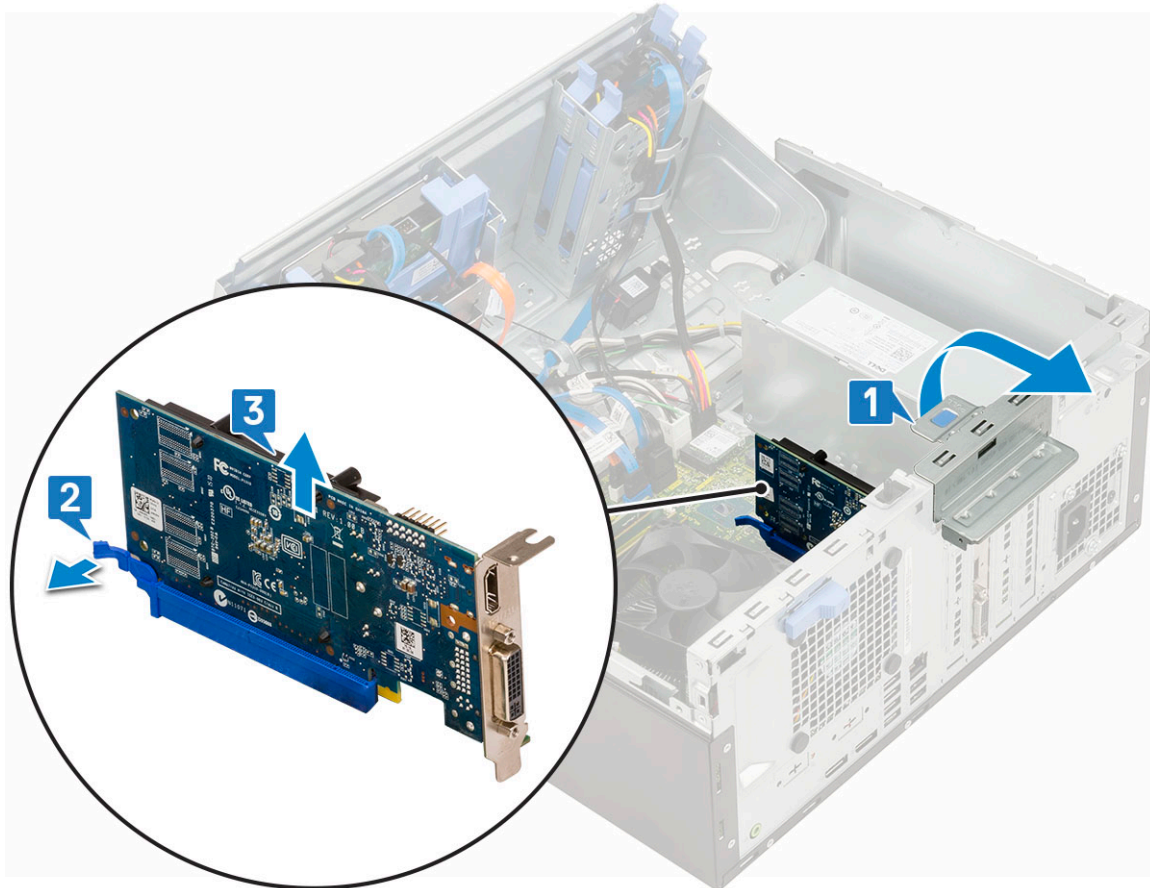
2. 前面パネル ドアを閉じます。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## 拡張カード

### PCIe 拡張カードの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. PCIe 拡張カードを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. リリースラッチを引いて、PCIe 拡張カードのロックを解除します [1]。
  - b. カード固定ラッチを押し [2]、PCIe 拡張カードを持ち上げてコンピュータから取り外します [3]。


**①** **メモ:** この手順はカード固定ラッチのあるコネクタの場合にのみ適用します。それ以外の場合は、PCIe 拡張カードを持ち上げてシステムから取り外してください。



5. 他の PCIe 拡張カードを取り外すには、上記の手順を繰り返します。

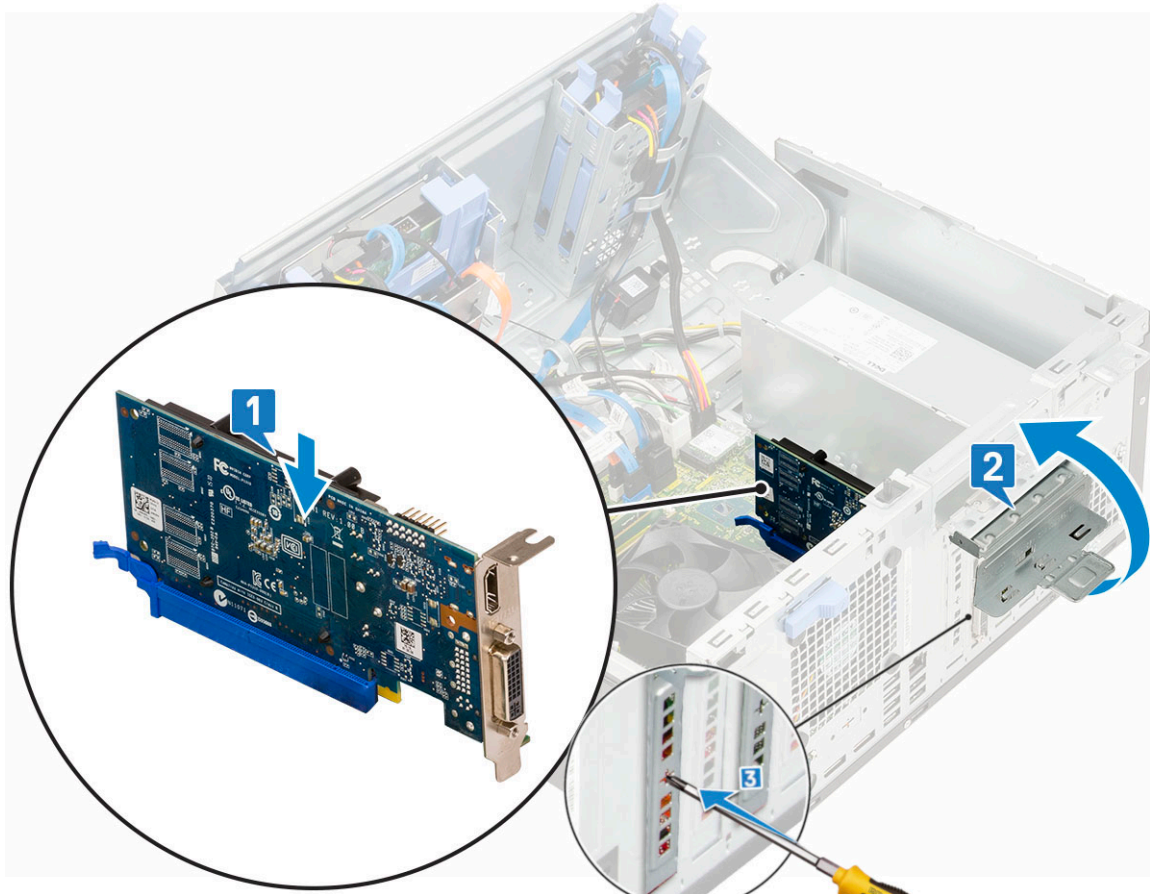
## PCIe 拡張カードの取り付け

1. PCIe 拡張カードを取り付けるには、次の手順を実行します。

- a.  **メモ:** PCIe ブラケット (2 と 3) を取り外すには、ブラケットを持ち上げてコンピュータの内側から外し、ブラケットを持ち上げてコンピュータから取り外します。

PCIe ブラケットの穴にドライバを挿入し、ハードを押してブラケットを外し [3]、ブラケットを持ち上げてコンピュータから取り外します。

- b. PCIe 拡張カードをシステム基板のコネクタに差し込みます [1]。
- c. 所定の位置にカチッと収まるまで、カード固定ラッチを押して、PCIe 拡張カードを固定します [2]。
- d. 他の PCIe 拡張カードを取り付けるには、上記の手順を繰り返します。

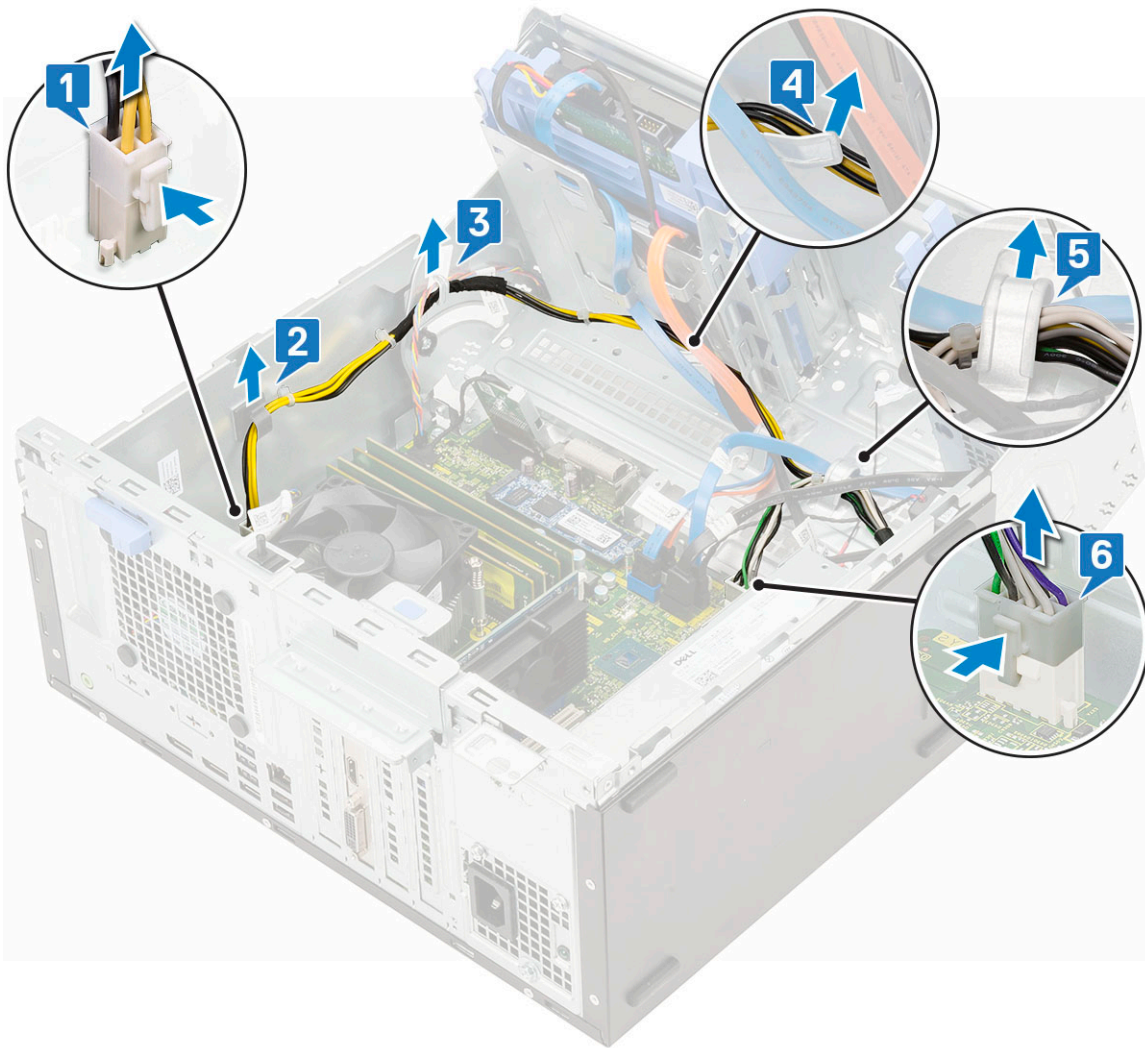


2. 前面パネル ドアを閉じます。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
4. 「PC 内部の作業を終えた後に」 の手順に従います。

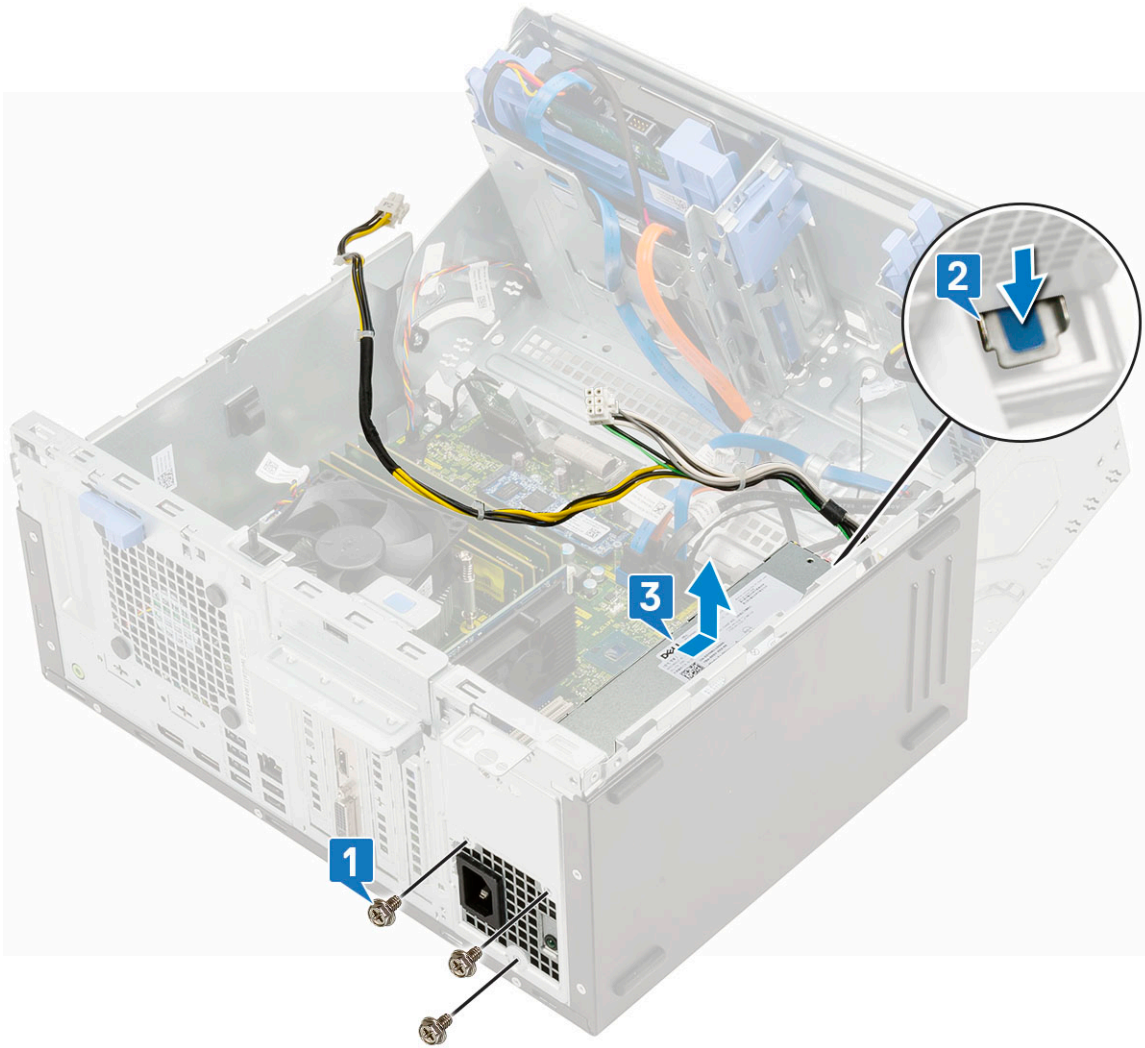
## 電源装置ユニット

### PSU ( 電源装置ユニット ) の取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」 の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. PSU を外すには、次の手順を実行します。
  - a. PSU ケーブルをシステム基板のコネクタから外します [ 1 ]。
  - b. PSU ケーブルの配線を固定クリップから外します [ 2、3、4、5 ]。
  - c. PSU ケーブルをシステム基板のコネクタから外します [ 6 ]。

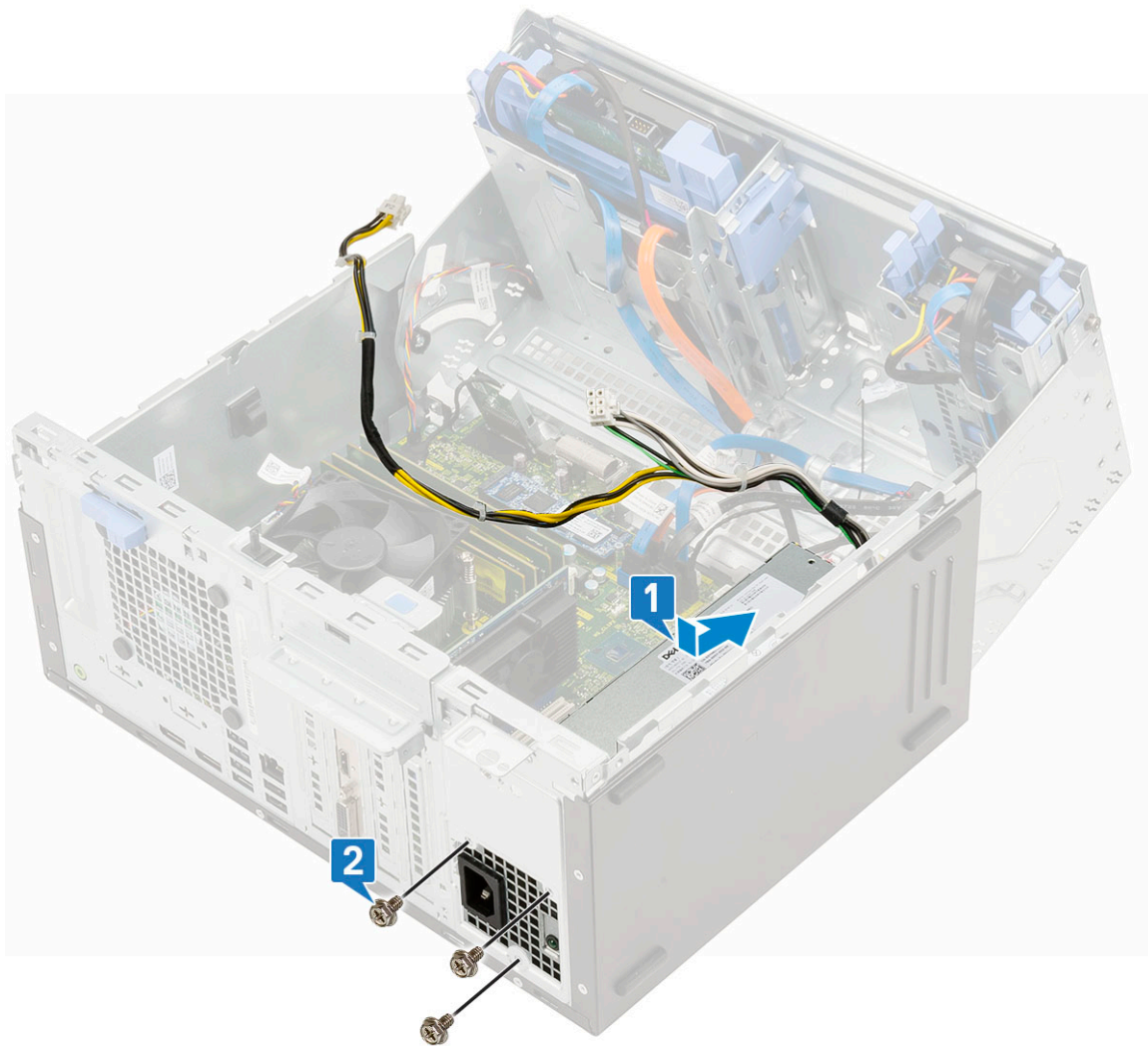


5. PSU を取り外すには、次の手順を実行します。
- a. PSU をシステムに固定している 3 本のネジを外します [ 1 ]。
  - b. リリースタブをを押します [ 2 ]。
  - c. PSU をスライドさせて持ち上げ、コンピューターから取り外します [ 3 ]。

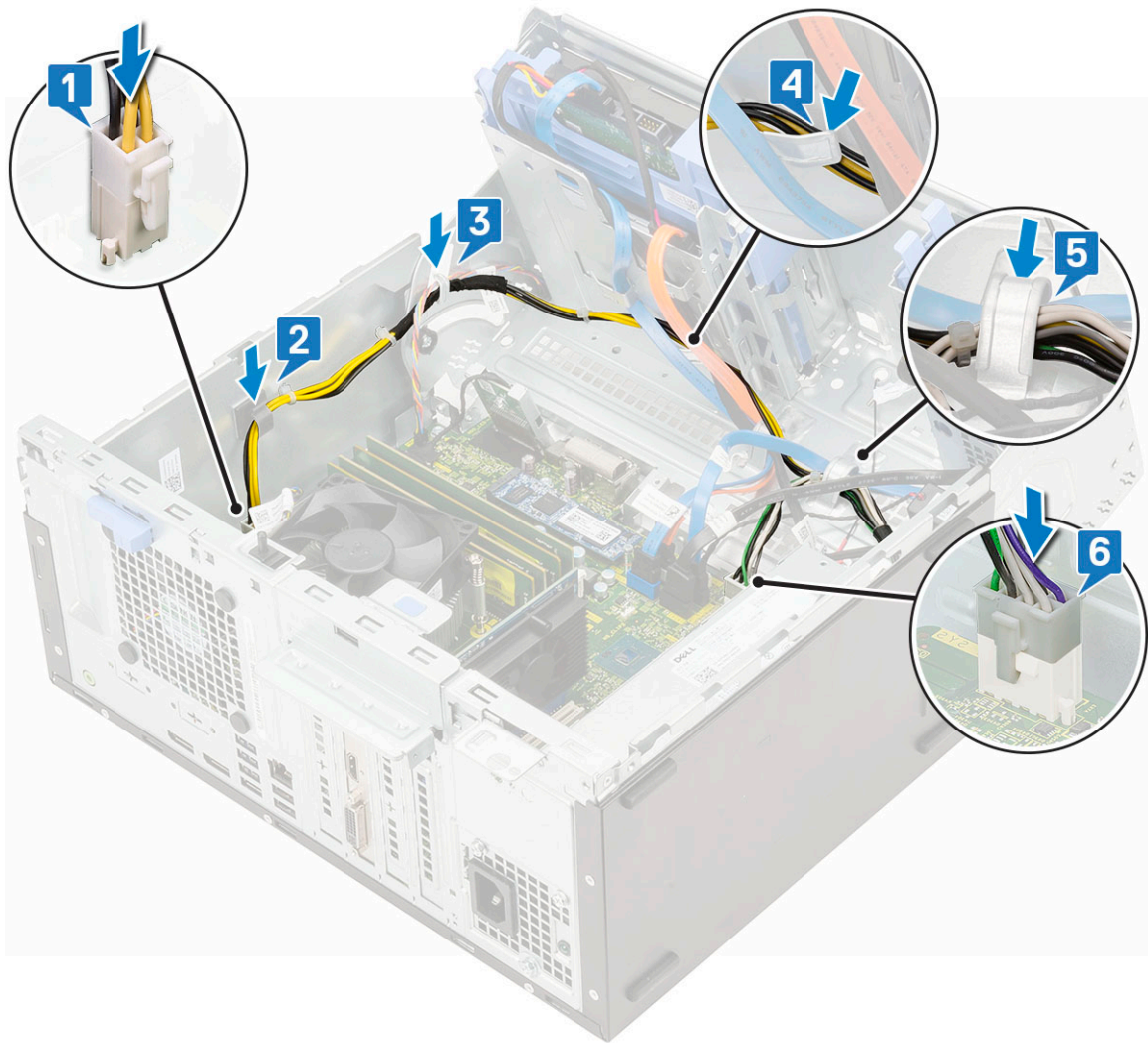


## 電源装置ユニット ( PSU ) の取り付け

1. PSU を取り付けるには、以下の手順を実行します。
  - a. PSU を PSU スロットに挿入して、所定の位置にカチッと収まるまでシステムの背面に向かってスライドさせます [ 1 ]。
  - b. 3 本のネジを取り付けて PSU をコンピューターに固定します [ 2 ]。



- c. PSU ケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [1]。
- d. PSU ケーブルを固定クリップに通して配線します [2、3、4、5]。
- e. PSU ケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [6]。

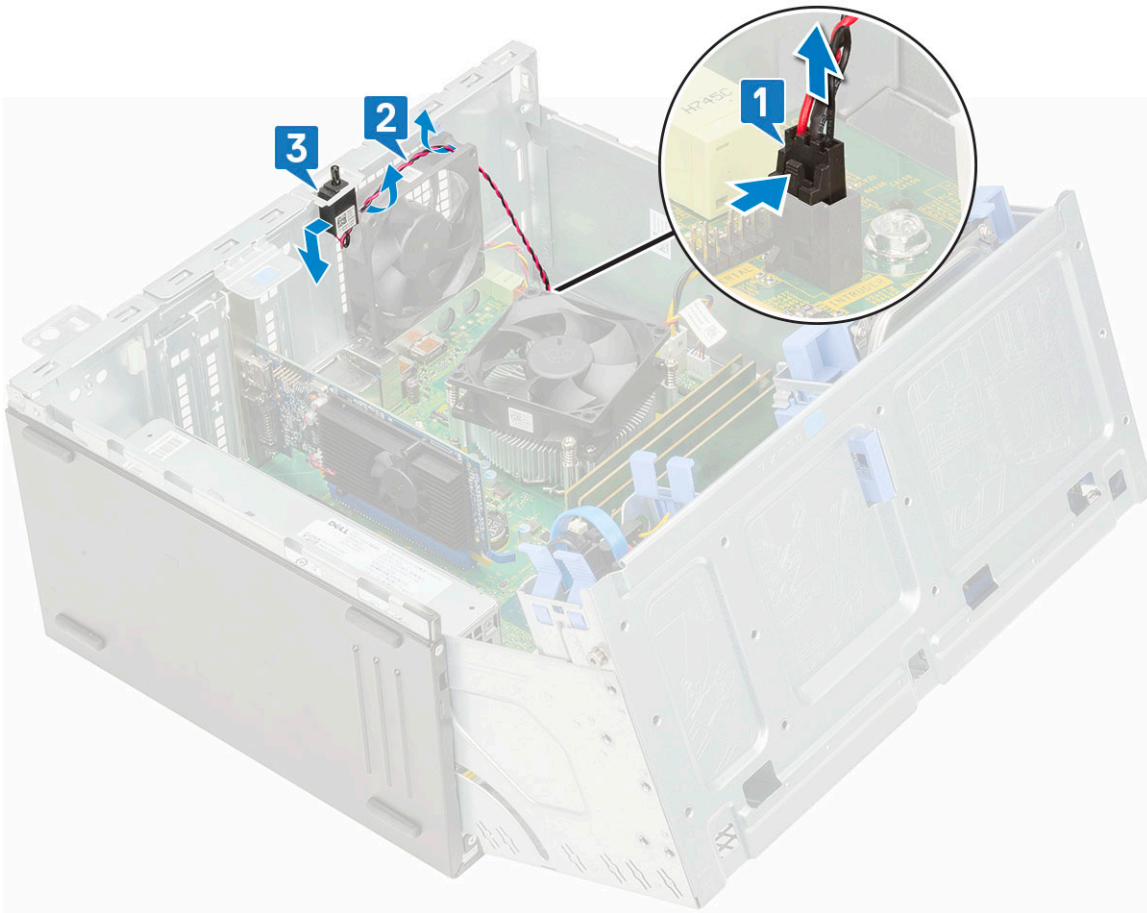


2. 前面パネル ドアを閉じます。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」 の手順に従います。

## イントルージョンスイッチ

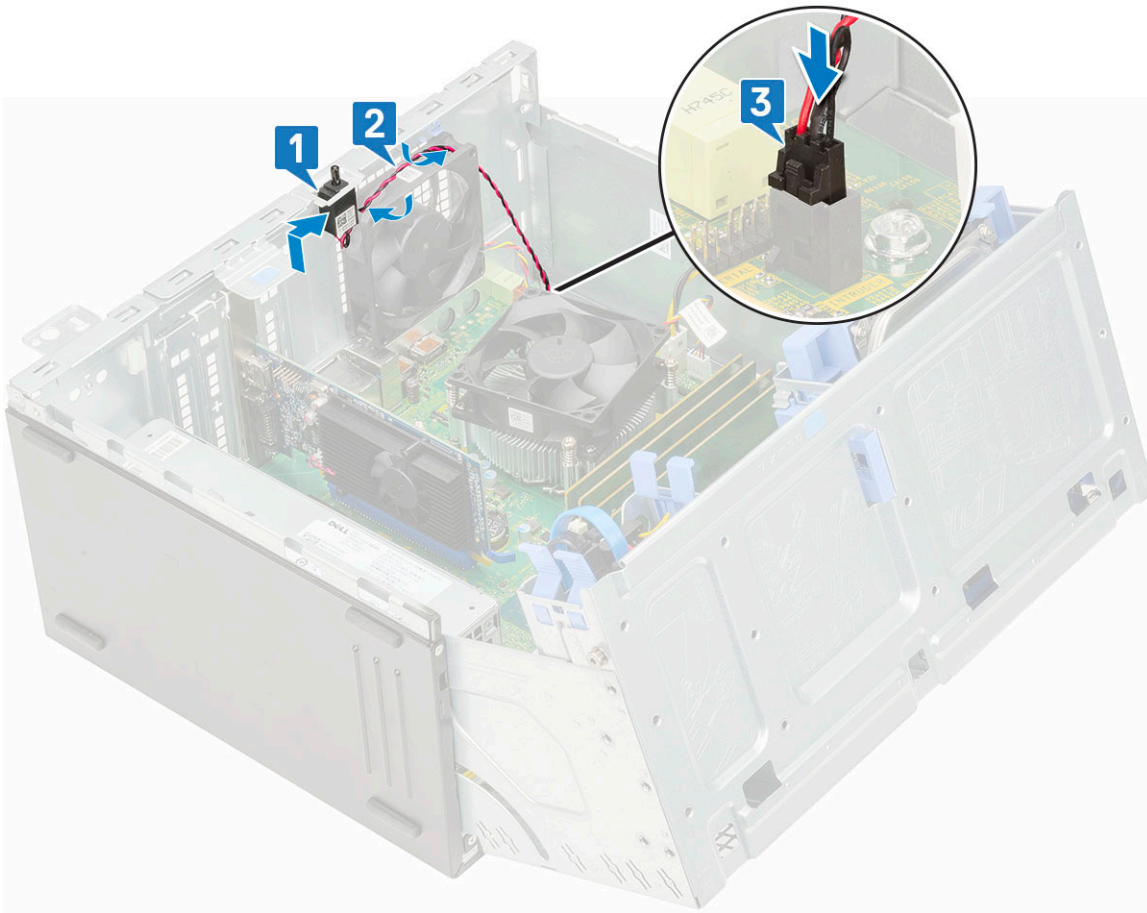
### イントルージョン スイッチの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」 の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. イントルージョンスイッチを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. イントルージョンスイッチケーブルをシステム基板上のコネクタから外します [1]。
  - b. イントルージョン スイッチ ケーブルの配線をファン グロメットから外します [2]。
  - c. イントルージョン スイッチをスライドさせて押し込み、コンピュータから取り外します [3]。



## イントルージョンスイッチの取り付け

1. イントルージョンスイッチをシステムのスロットに挿入します [1]。
2. イントルージョンスイッチケーブルをファン グロメットを通して配線します [2]。
3. イントルージョンスイッチケーブルをシステム基板上的コネクタに接続します [3]。

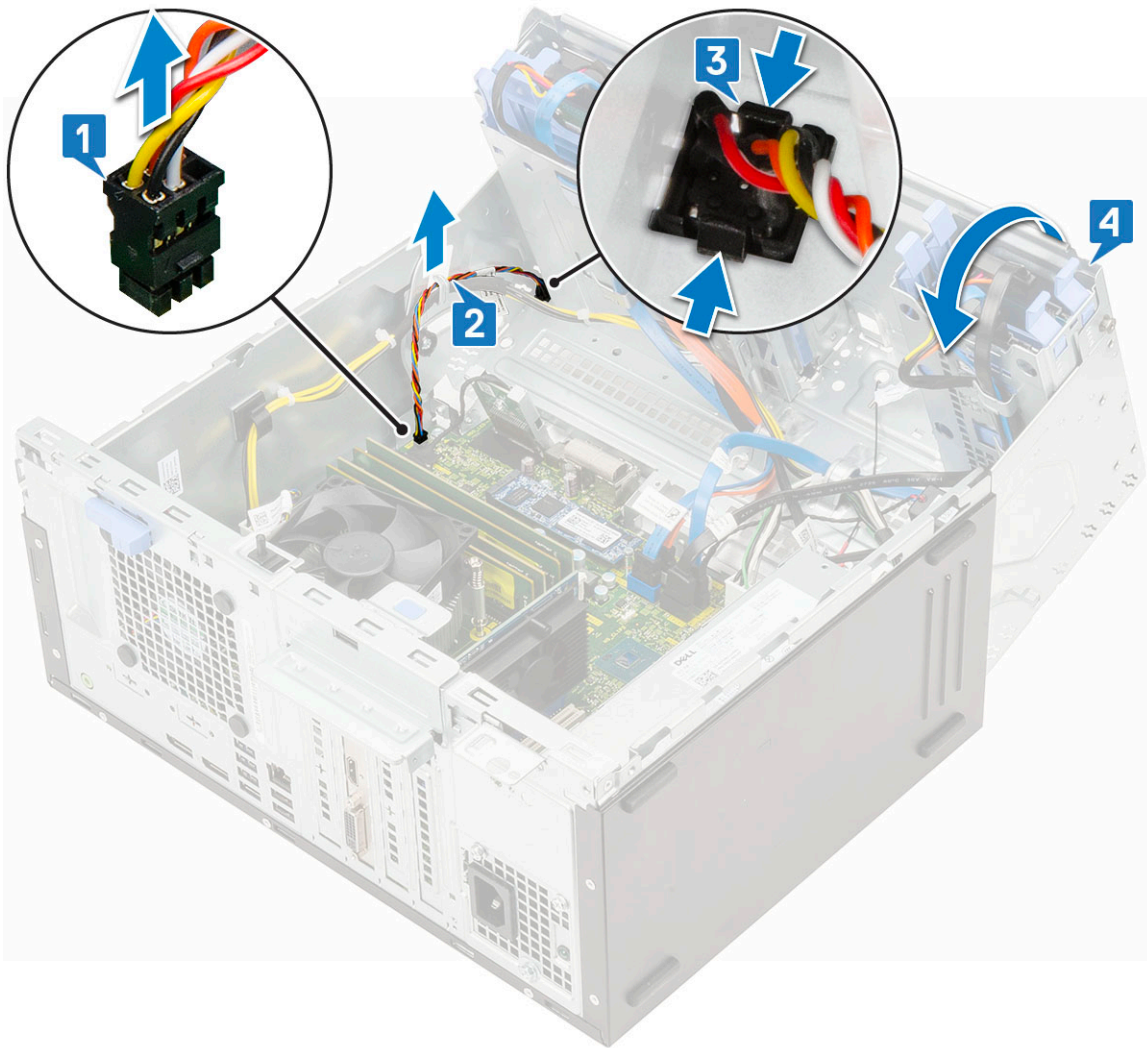


4. 前面パネル ドアを閉じます。
5. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
6. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

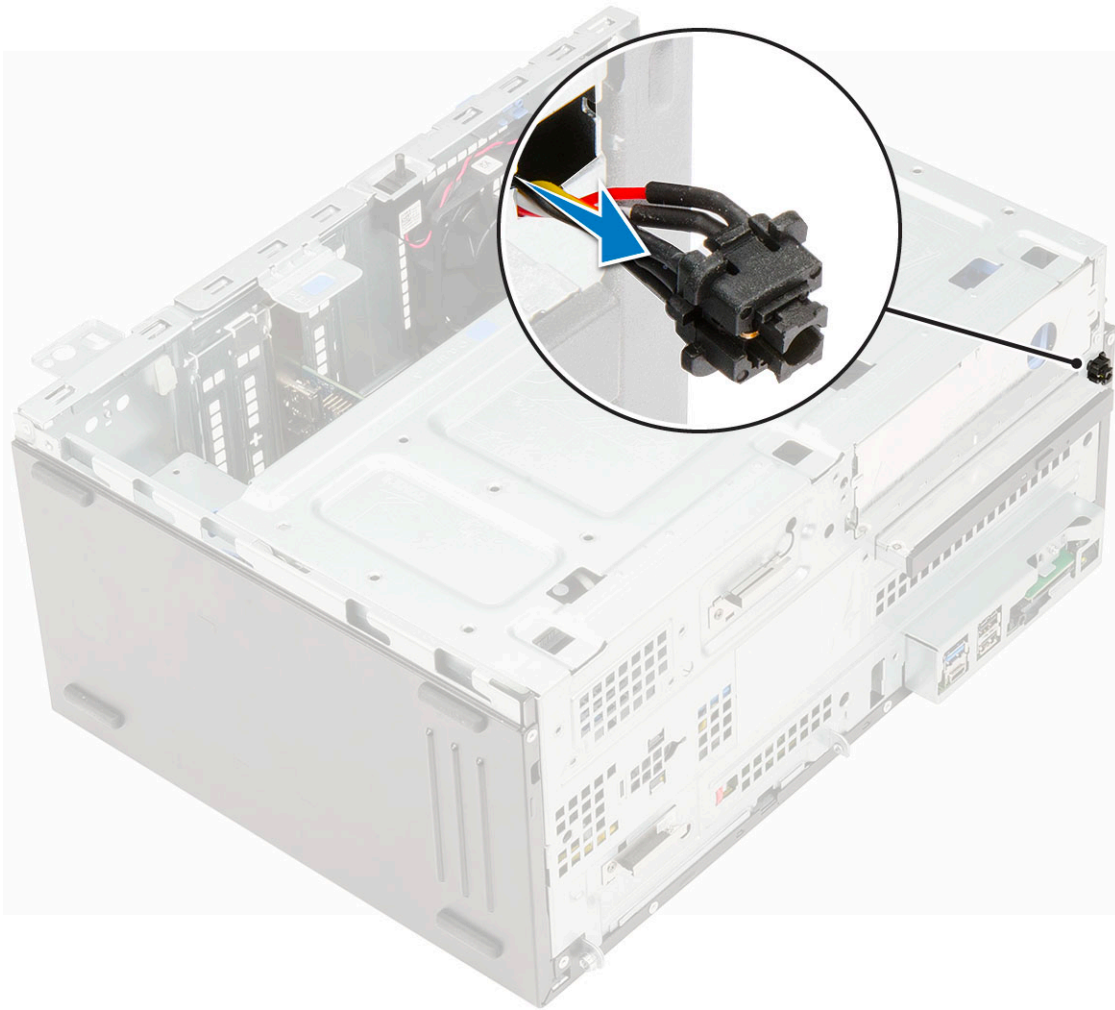
## 電源ボタン

### 電源ボタンの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. 電源ボタンを取り出すには、次の手順を実行します。
  - a. 電源ボタン ケーブルをシステム基板から外します [ 1 ]。
  - b. 電源ボタン ケーブルの配線を固定クリップから外します [ 2 ]。
  - c. プラスチック スクライブを使ってリリースタブを押し、電源ボタンをシステム前面から引き出します [ 3 ]。
  - d. 前面パネル ドアを閉じます [ 4 ]。

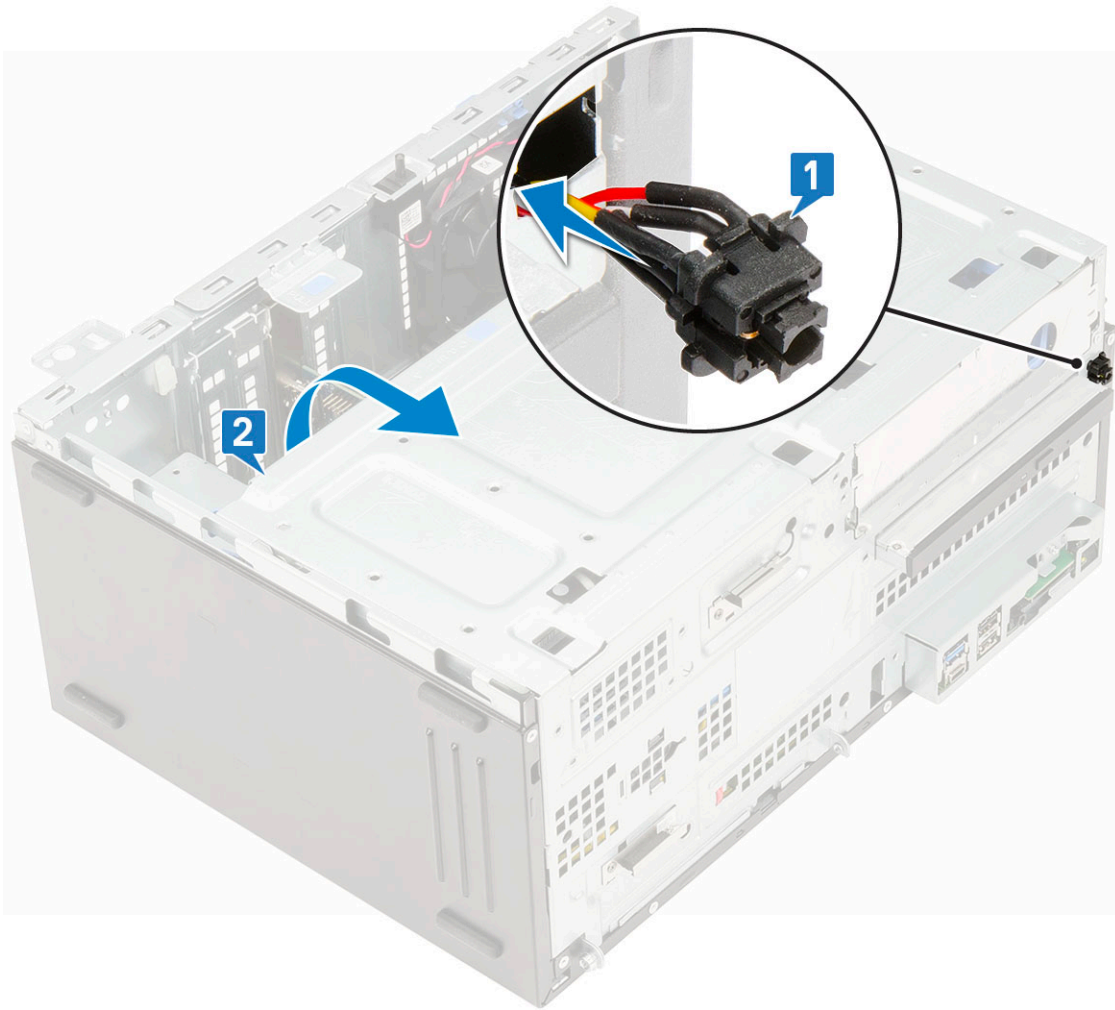


5. 電源ボタンをコンピューターから引き出します。

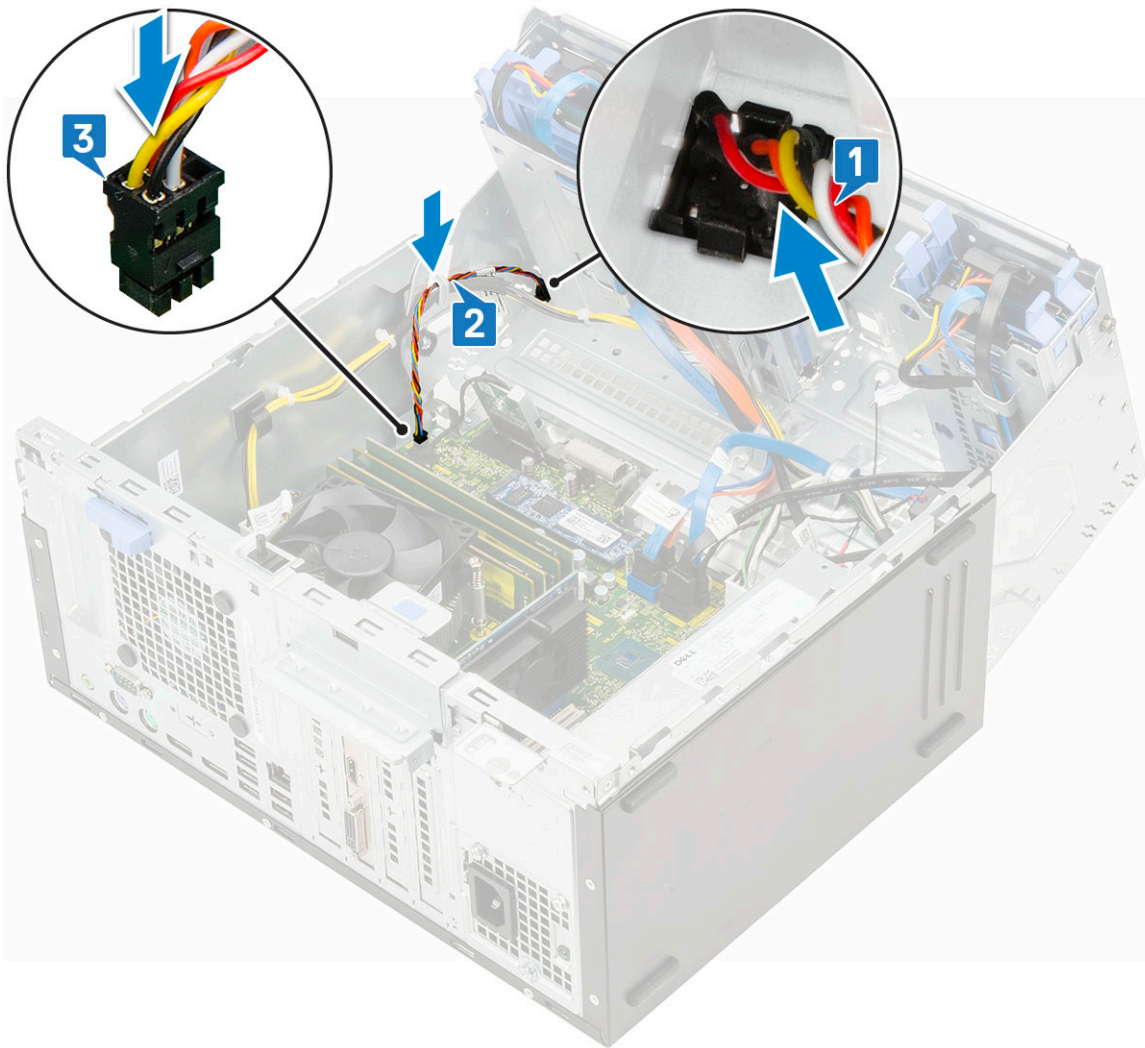


## 電源ボタンの取り付け

1. 電源スイッチをコンピューターの前面からスロットに挿入し、カチッと所定の位置に収まるまで押し込みます [1]。
2. 前面パネル ドアを開きます [2]。



3. 電源スイッチ ケーブルを電源ボタンから固定クリップに通して配線します [ 2 ]。
4. ケーブルとコネクタのピンの位置を合わせて電源ボタン ケーブルを接続します [ 3 ]。

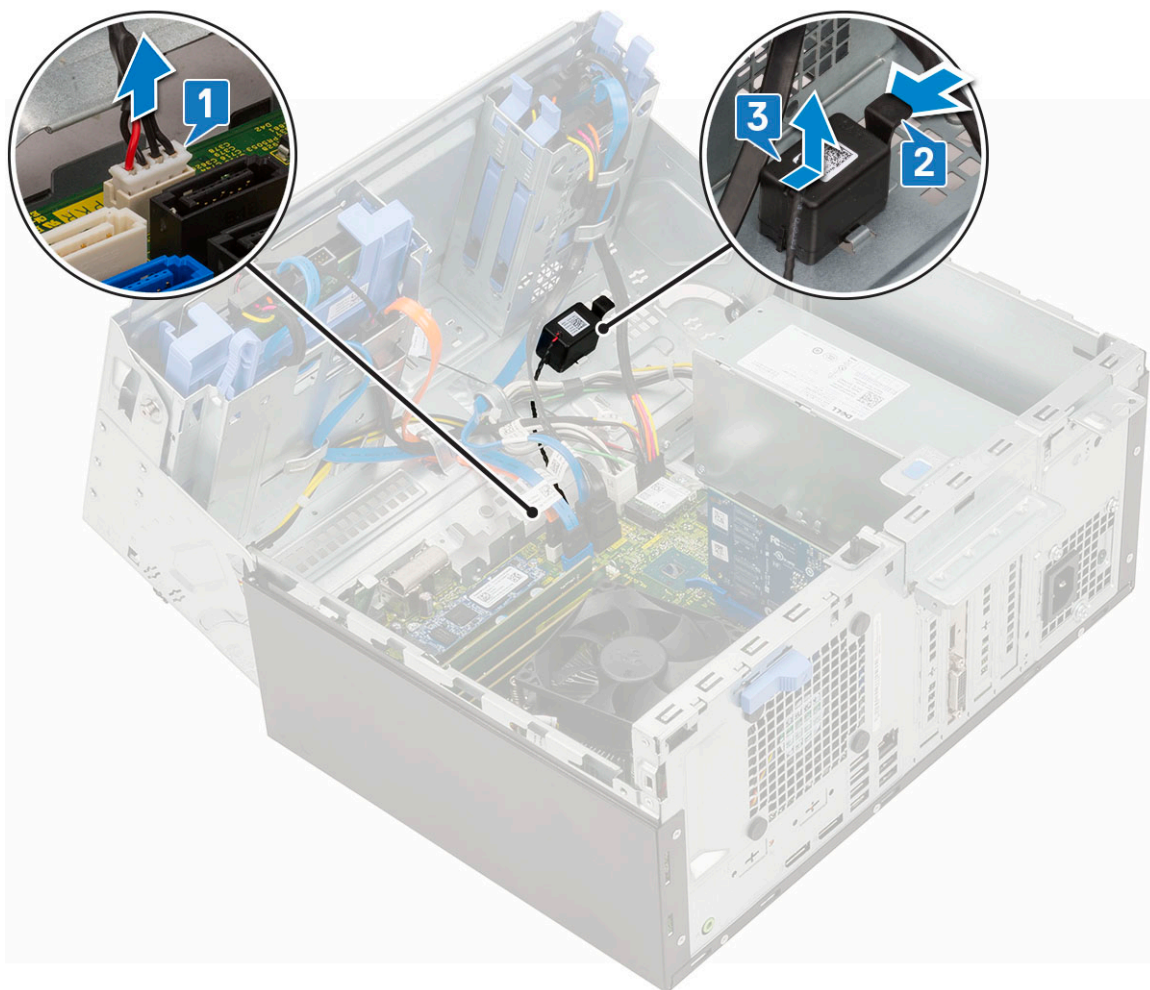


5. 前面パネル ドアを閉じます。
6. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
7. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」 の手順に従います。

## スピーカー

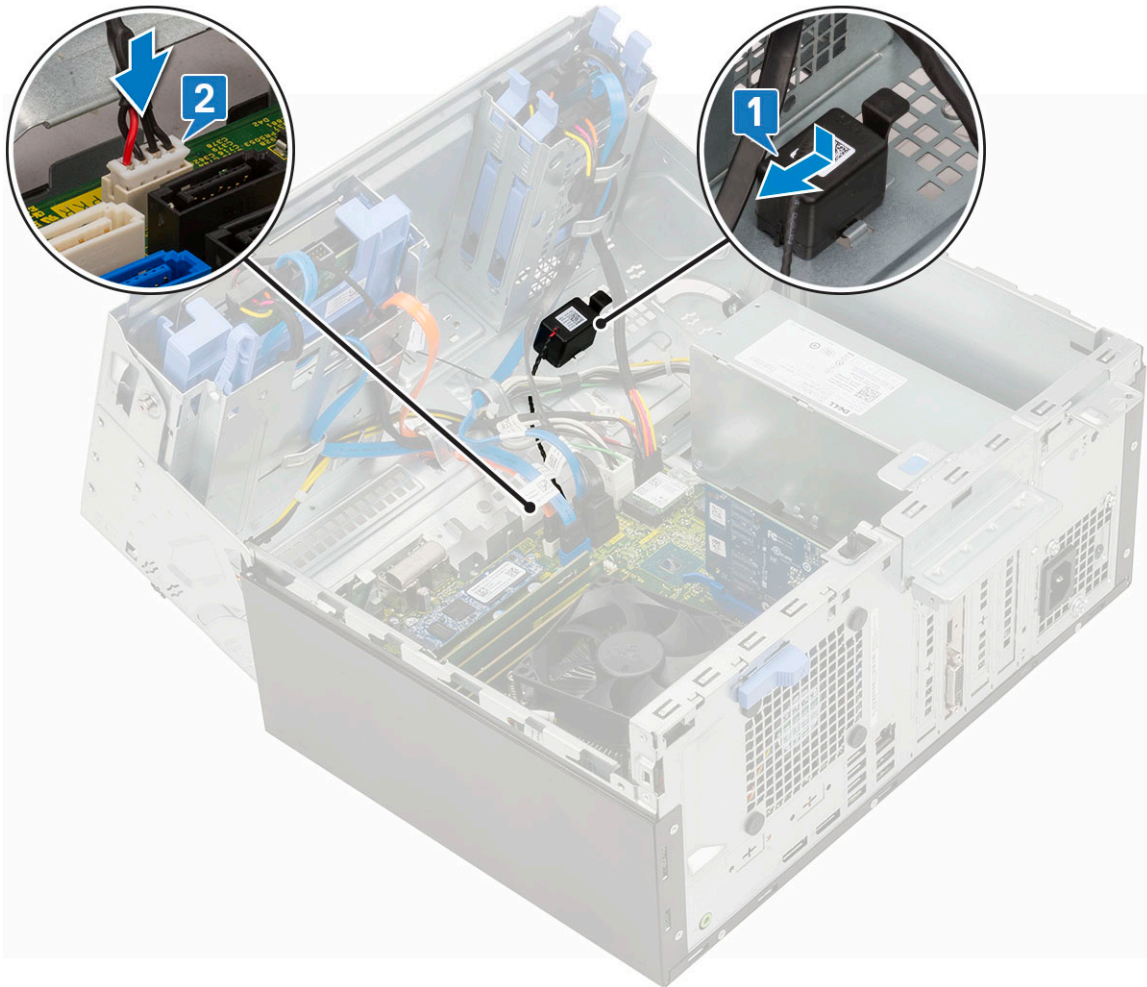
### スピーカーの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」 の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. スピーカーを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. スピーカーケーブルをシステム基板のコネクタから外します [1]。
  - b. タブを持ち上げて [2]、スロットからスピーカーをスライドさせます [3]。



## スピーカーの取り付け

1. スピーカーをスロットに挿入し、カチッと所定の位置に収まるまで押し込みます [1]。
2. スピーカー ケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [2]。

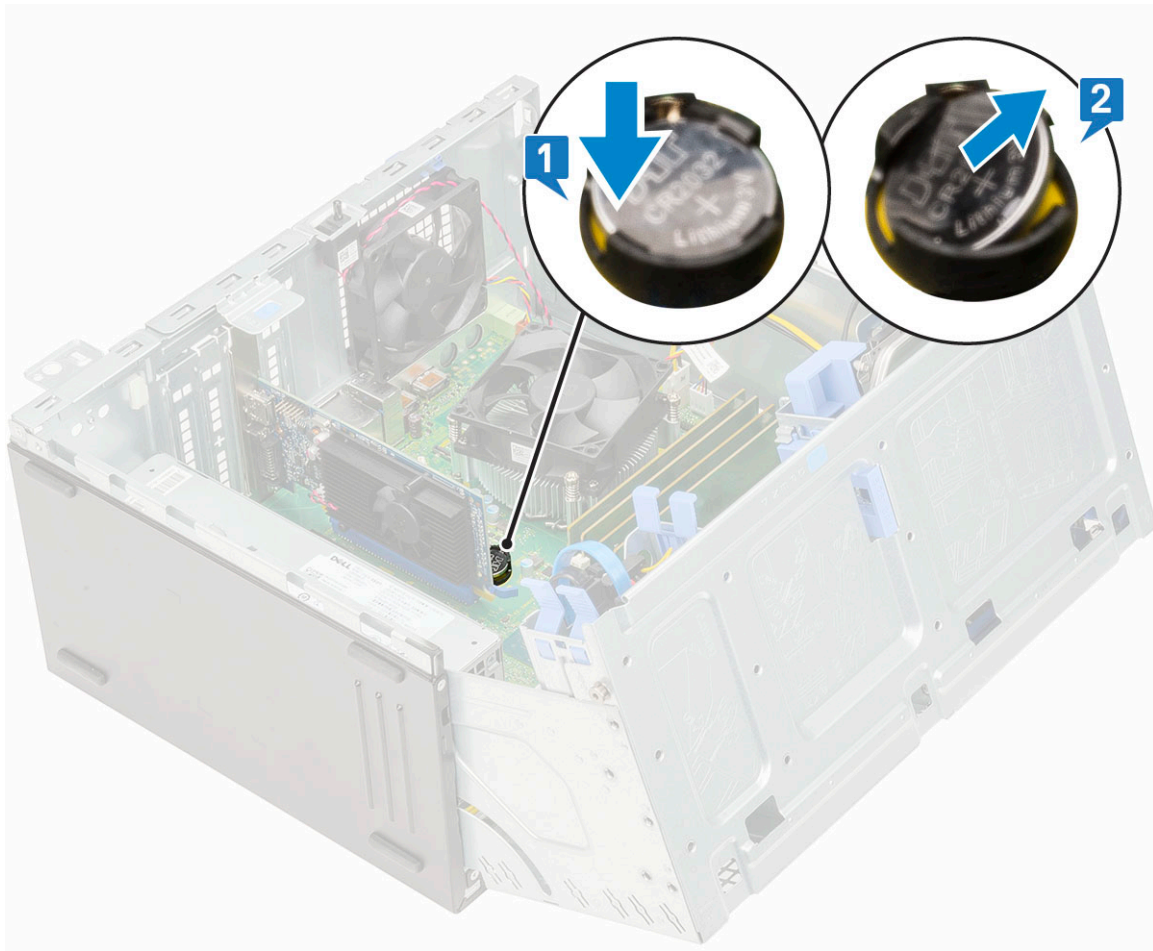


3. 前面パネル ドアを閉じます。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## コイン型電池

### コイン型電池の取り外し

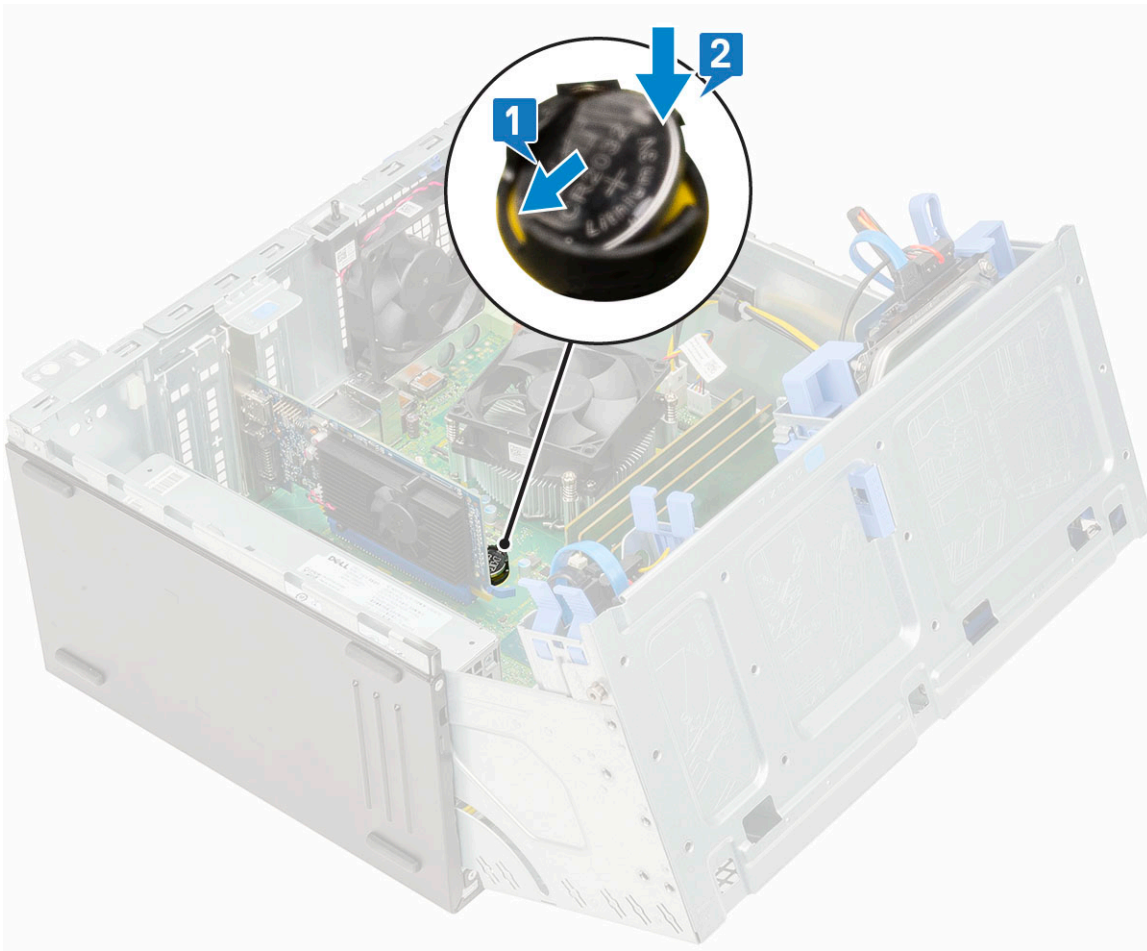
1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. コイン型電池を取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. コイン型電池が外れるまで、リリース ラッチを押します [1]。
  - b. コイン型電池をシステム基板のコネクタから取り外します [2]。



**① | メモ:** コイン型電池を取り外すと、システム基板の BIOS/設定がリセットされる場合があります。

## コイン型電池の取り付け

1. コイン型電池の (+) 記号側を上に向け、コネクタのプラス側にある固定タブの下に挿入します [1]。
2. 所定の位置にロックされるまで電池をコネクタに押し込みます [2]。

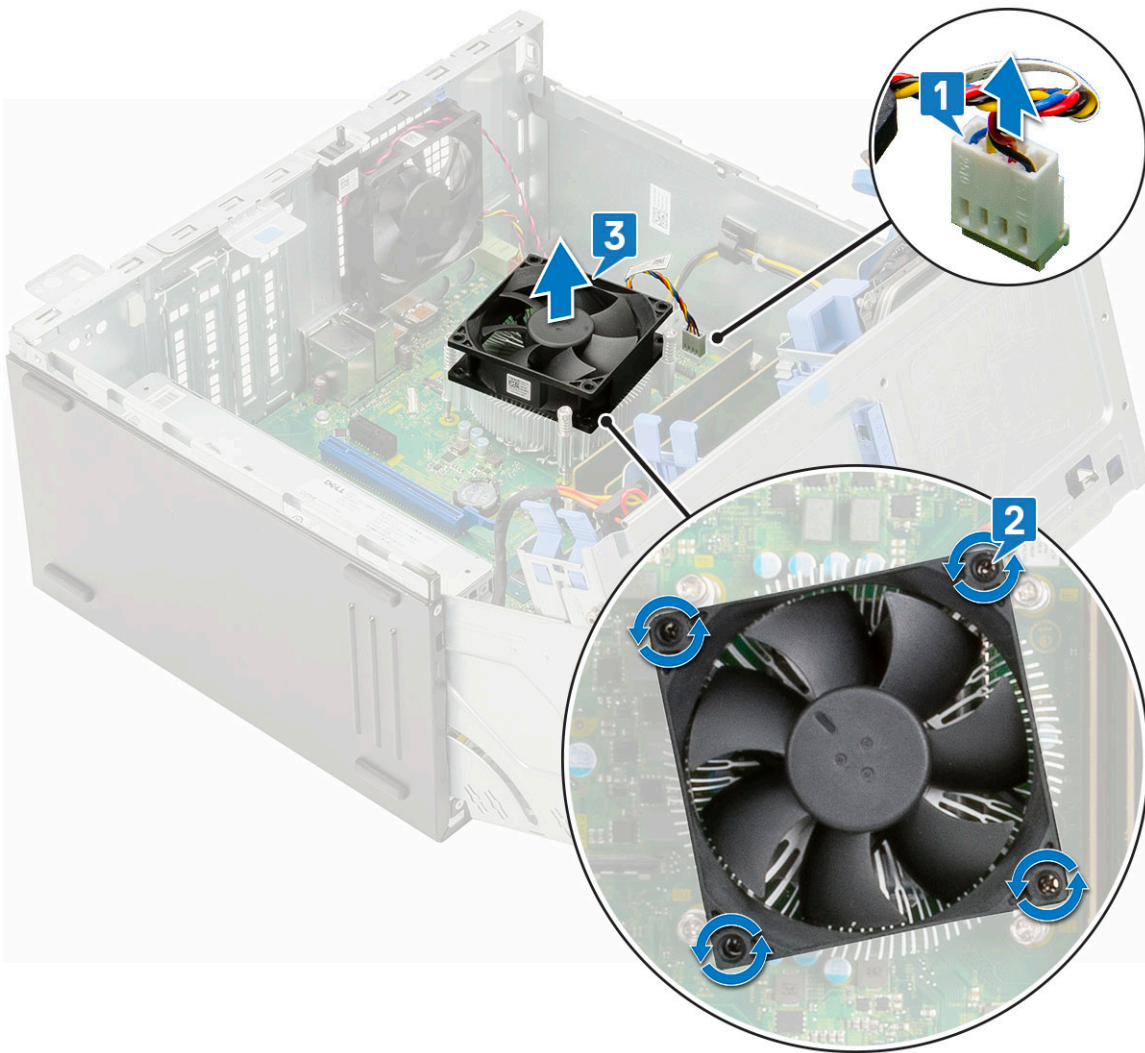


3. 前面パネル ドアを閉じます。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## ヒートシンク ファン

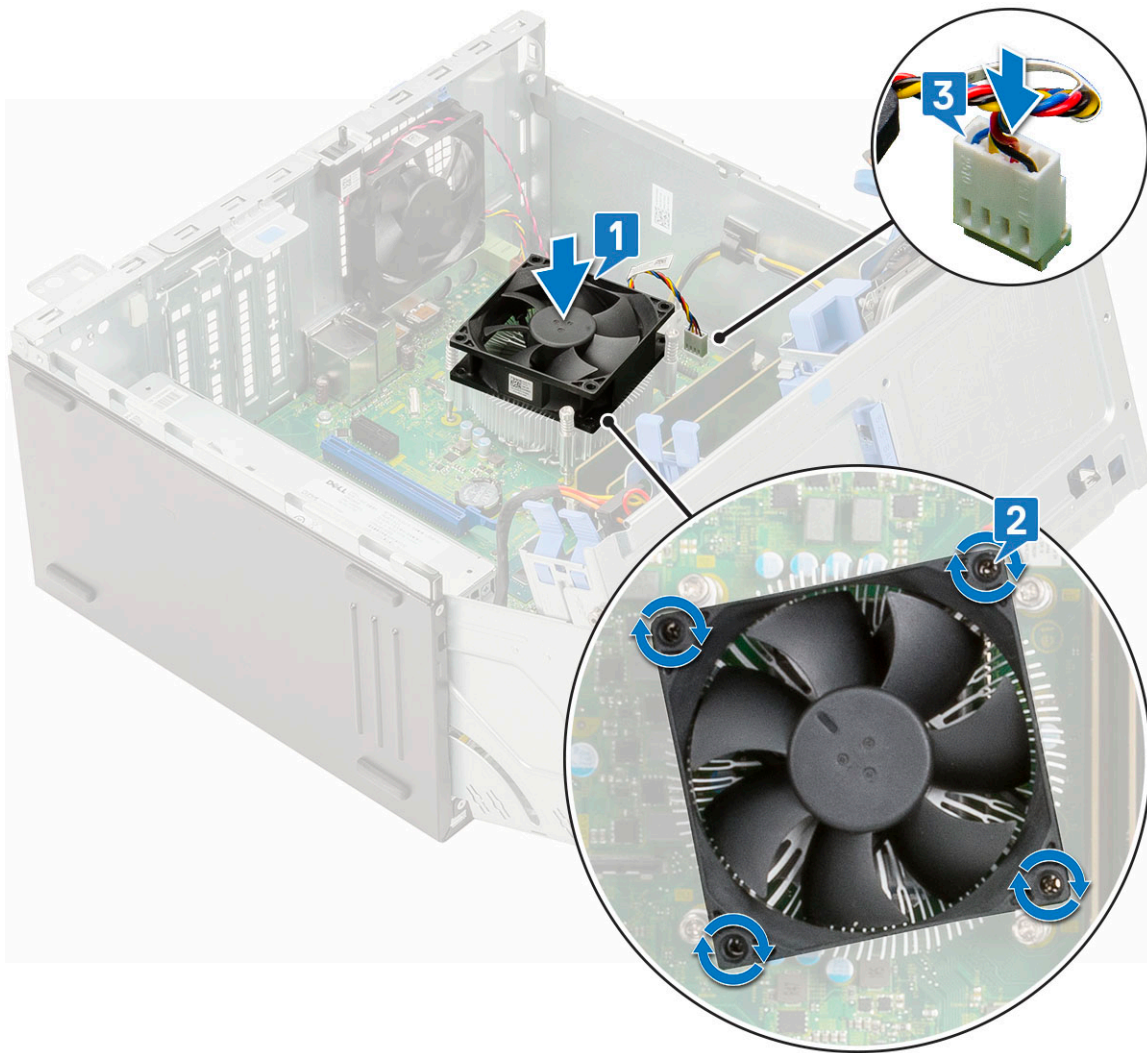
### ヒートシンク ファンの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. ヒートシンク ファン アセンブリーを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. システム基板上的コネクタからヒートシンク ファン アセンブリー ケーブルを外します [ 1 ]。
  - b. ファンをヒートシンクに固定しているネジを外します [ 2 ]。  
**① | メモ:** 必ず上部のネジ穴からトルクス ドライバを挿入してネジを取り外してください。
  - c. ヒートシンク ファンを持ち上げてコンピューターから取り外します [ 3 ]。



## ヒートシンク ファンの取り付け

1. ファンをヒートシンク アセンブリーにセットします [1]。
2. ファンをヒートシンク アセンブリーに固定する 4 本のネジを締めます [2]。
3. ヒートシンク ファン アセンブリー ケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [3]。



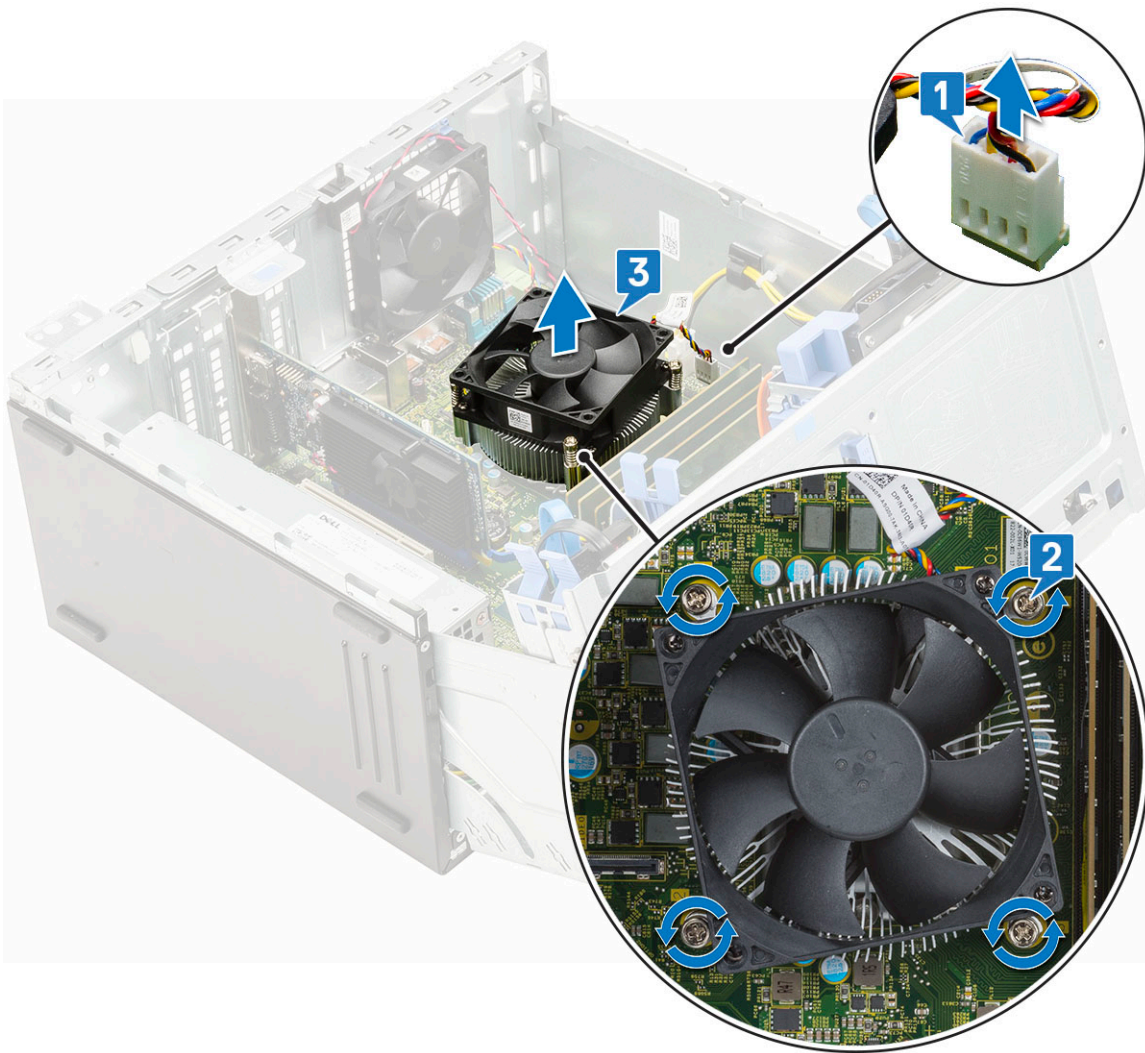
4. 前面パネル ドアを閉じます。
5. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
6. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## ヒートシンクアセンブリ

### ヒートシンク アセンブリーの取り外し

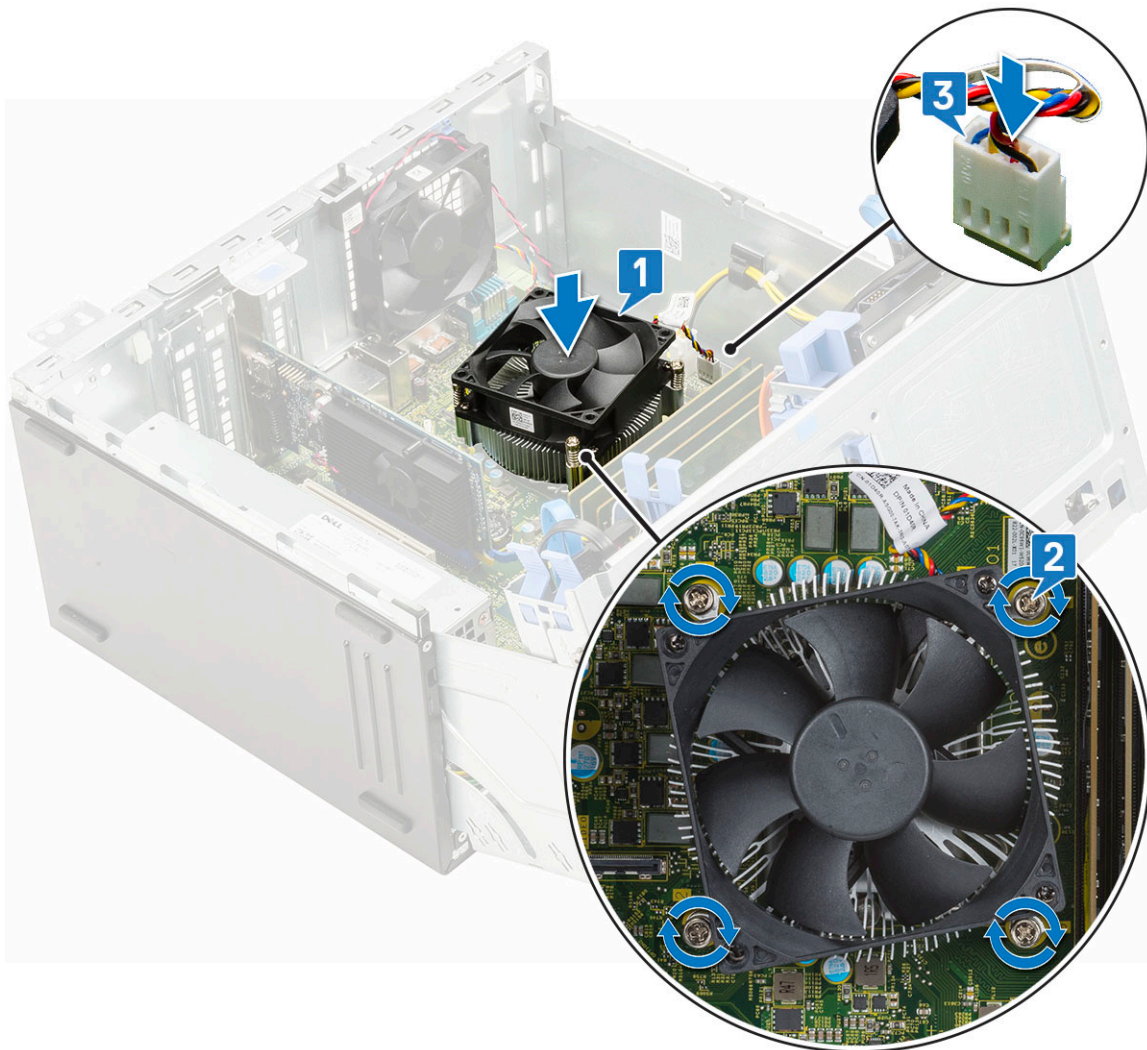
1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. ヒートシンク アセンブリを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. システム基板上的コネクタからヒートシンク ファン アセンブリ ケーブルを外します [1]。
  - b. ヒートシンク アセンブリをシステム基板に固定している拘束ネジ (4) を緩めます [2]。
 

**①メモ:** システム基板に印刷されているシーケンシャルな順序 (1、2、3、4) でネジを外します。
  - c. ヒートシンク アセンブリを持ち上げてコンピュータから取り外します [3]。



## ヒートシンク アセンブリーの取り付け

1. ヒートシンク アセンブリーのネジの位置をシステム基板上のホルダーに合わせ、ヒートシンク アセンブリーをプロセッサにセットします [1]。
2. 拘束ネジを締めて、ヒートシンク アセンブリーをシステム基板に固定します [2]。  
**①メモ:** システム基板上に印字されているシーケンシャルな順序 (1、2、3、4) でネジを締めます。
3. システム基板上のコネクタにヒートシンク ファン アセンブリー ケーブルを接続します [3]。



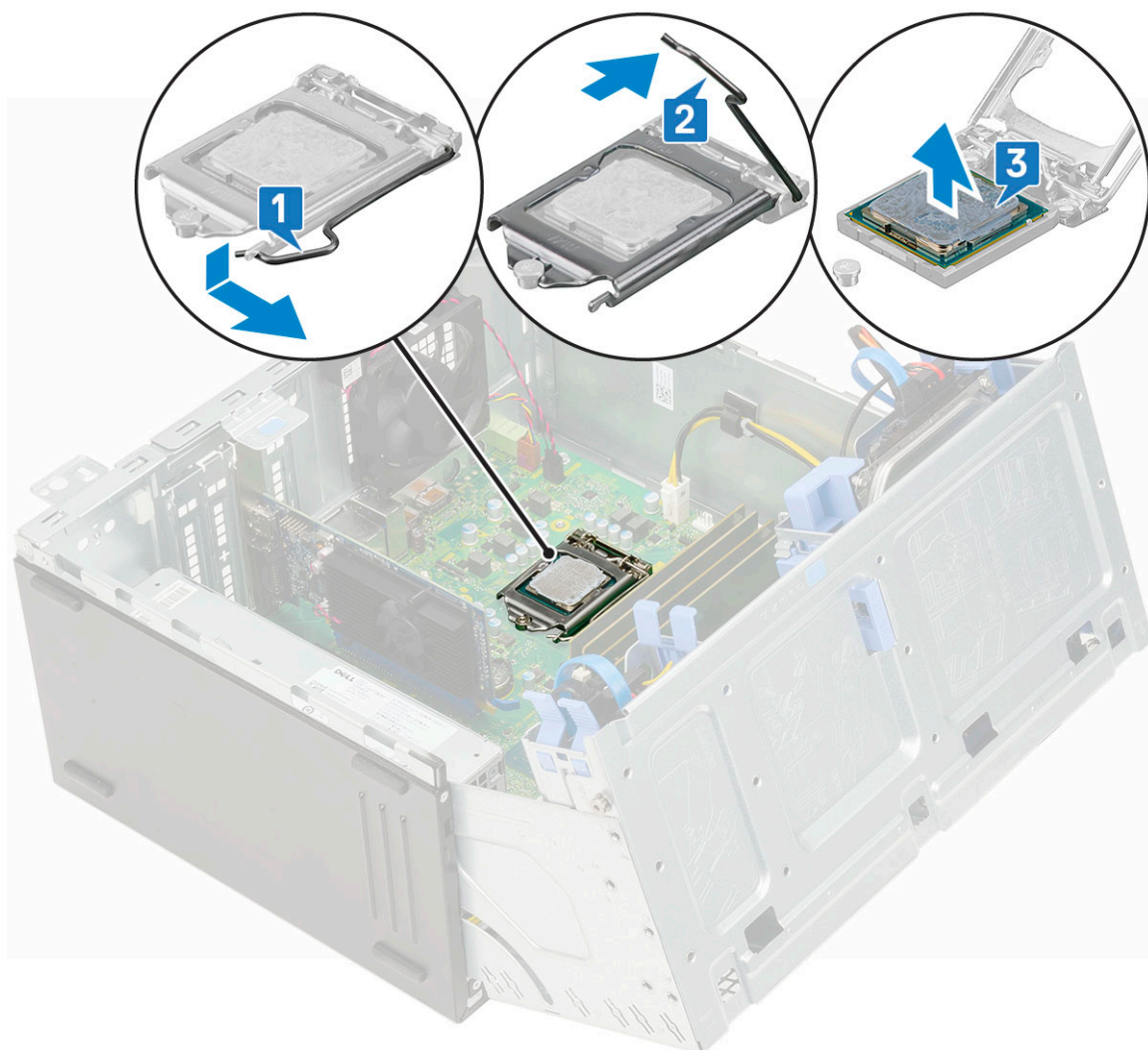
4. 前面パネル ドアを閉じます。
5. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
6. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## プロセッサ

### プロセッサの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. ヒートシンク アセンブリーを取り外します。
5. プロセッサを取り外すには：
  - a. レバーを押し下げてプロセッサシールドのタブの下からソケットレバーを外します [1]。
  - b. レバーを持ち上げて、プロセッサシールドを持ち上げます [2]。
  - c. プロセッサを持ち上げて、ソケットから外します [3]。

**△注意:** プロセッサソケットのピンに触れないでください。ソケットピンは壊れやすく、損傷して修復できなくなることがあります。プロセッサをソケットから取り外す際には、プロセッサソケットのピンを曲げないように気をつけてください。

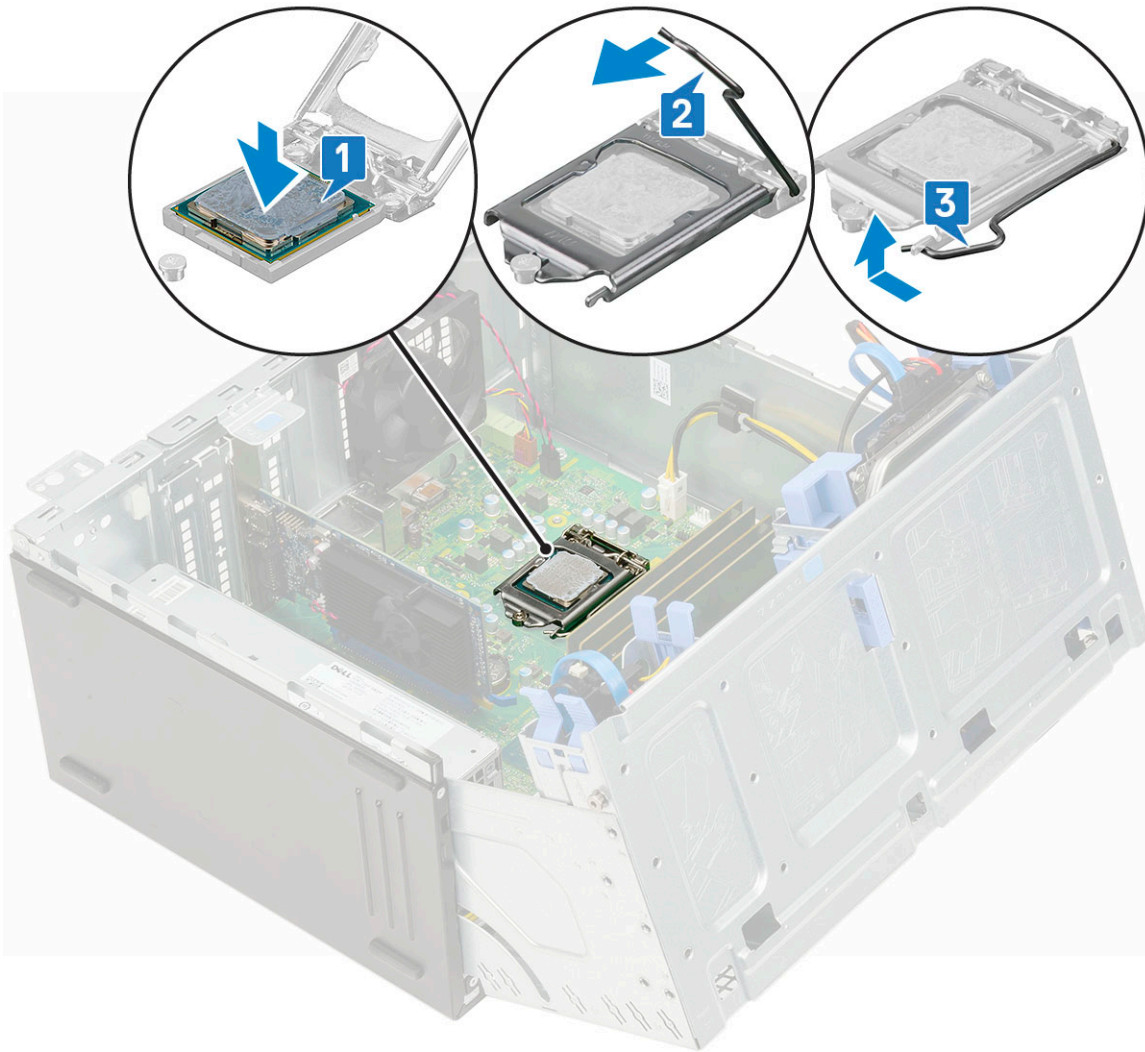


## プロセッサの取り付け

1. プロセッサの位置がソケットキーに合うように、プロセッサをソケット上に置きます [1]。

**△注意:** プロセッサを無理に押し込まないでください。プロセッサの位置が合っていれば、簡単にソケットに入ります。

2. プロセッサ shield を固定ネジの下にスライドさせて閉じます [2]。
3. ソケットレバーを下げてタブの下に押し込み、ロックします [3]。

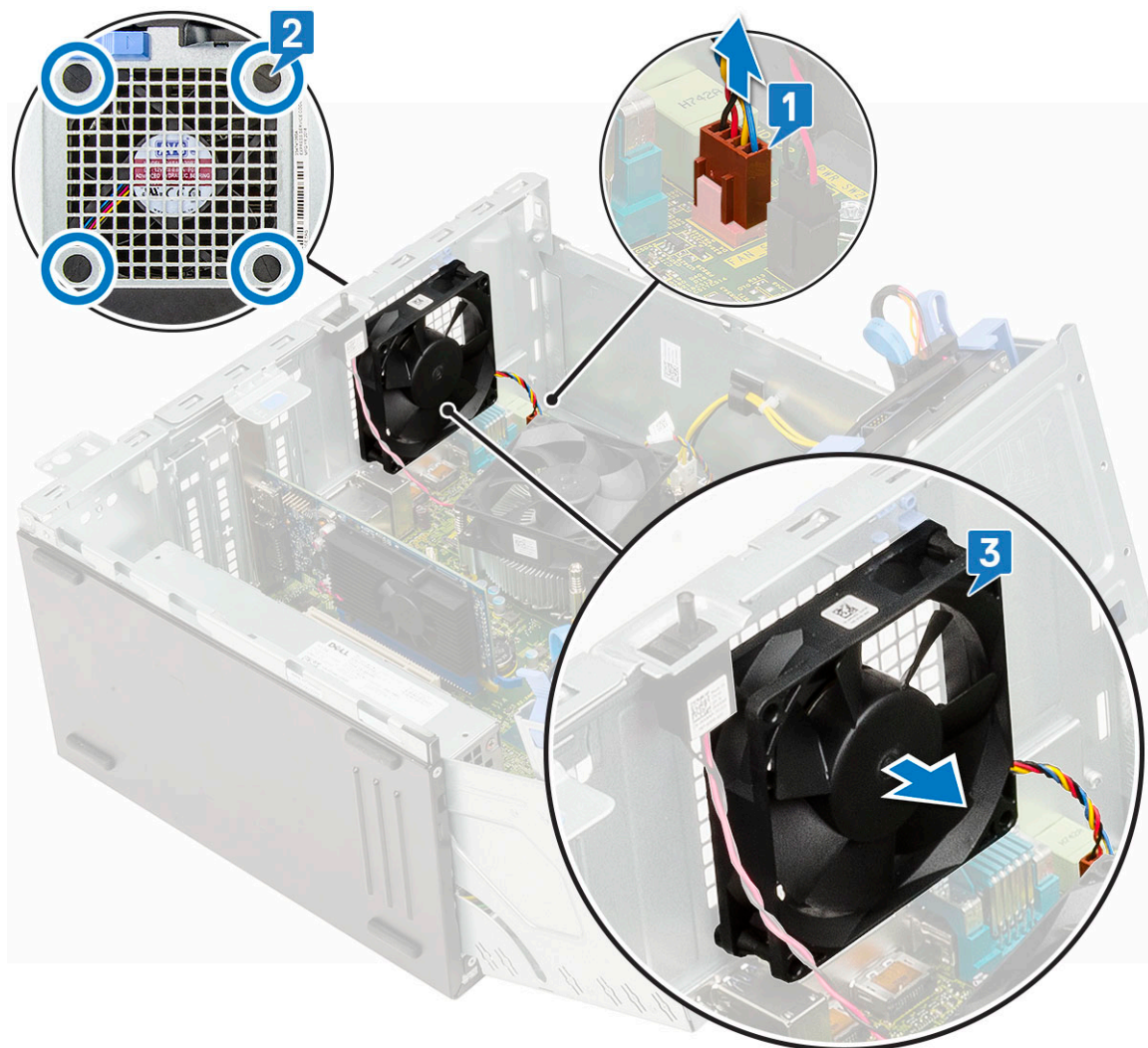


4. ヒートシンク アセンブリーを取り付けます。
5. 前面パネル ドアを閉じます。
6. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
7. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## システムファン

### システムファンの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. インテルーションスイッチ
3. システムファンを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. システム基板上的コネクタからシステムファンケーブルを外します [1]。
  - b. グロメットを広げて、ファンをコンピューターに固定しているグロメットを取り外します [2]。
  - c. システムファンをコンピューターから引き出します [3]。

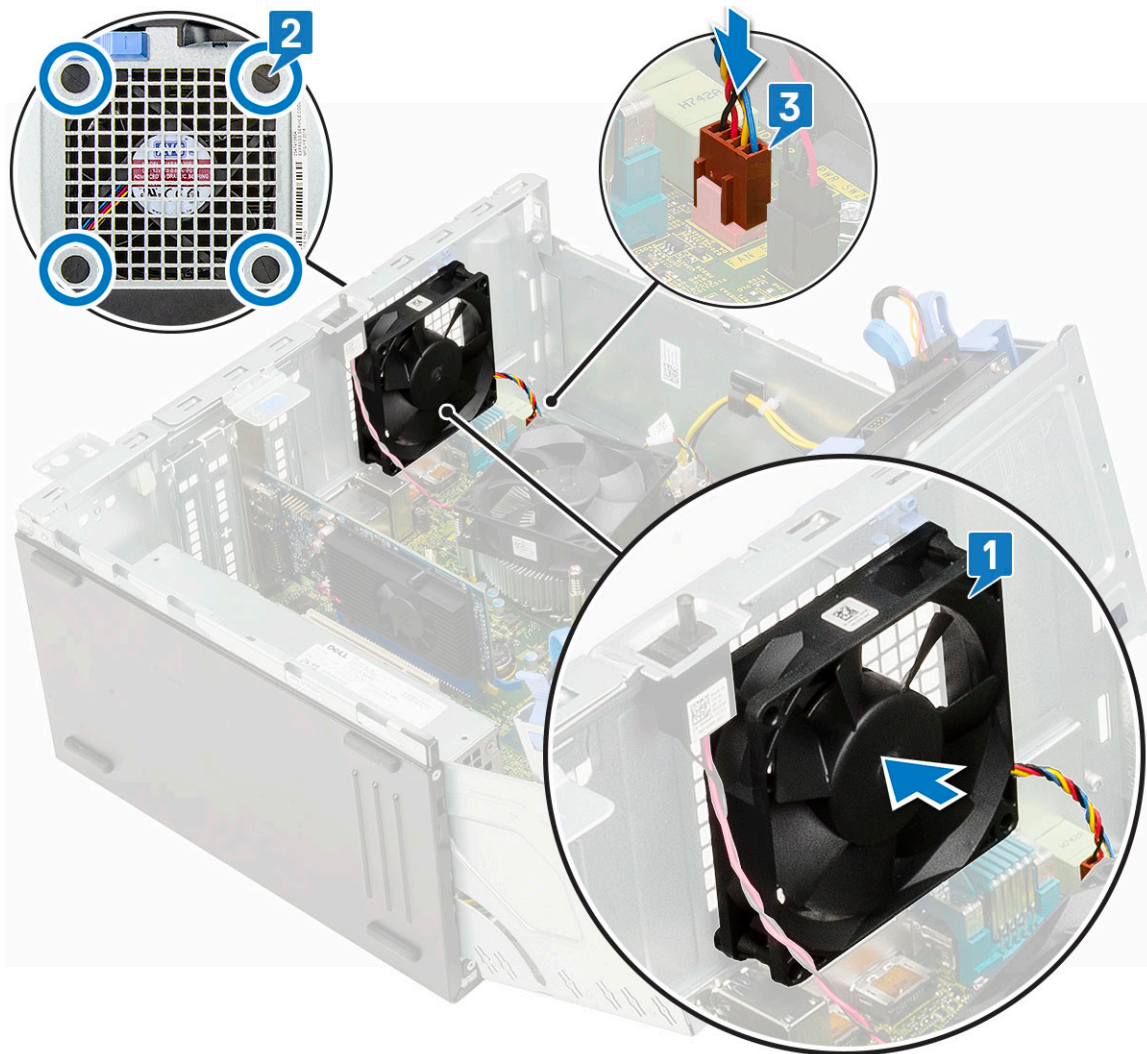


## システムファンの取り付け

1. グロメットをコンピューターの背面にあるスロットに挿入します。

**メモ:** 最初に下の2つのグロメットを取り付けます。

2. ケーブルがコンピューターの底面を向くようにしてシステムファンを持ちます。
3. システムファンの溝をシャーシ側面のグロメットに合わせます。
4. グロメットをシステムファンの対応する溝に通します [1]。
5. グロメットを広げ、所定の位置にロックされるまでシステムファンをコンピューターの方にスライドさせます [2]。
6. システムファンケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [3]。



7. 前面パネル ドアを閉じます。
8. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. イントレーションスイッチ
  - b. 前面ベゼル
  - c. サイドカバー
9. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

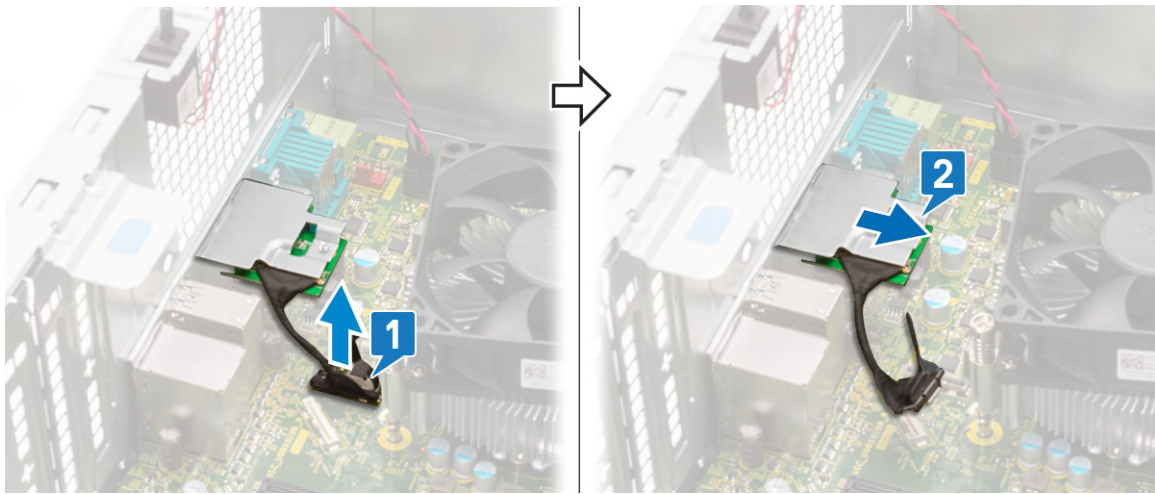
## オプションの VGA モジュール

### オプションの VGA モジュールの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. システムファンを取り外します。
5. オプションの VGA モジュールを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. オプションの VGA モジュールをシステムに固定している 2 本の ( M3X3 ) ネジを外します。

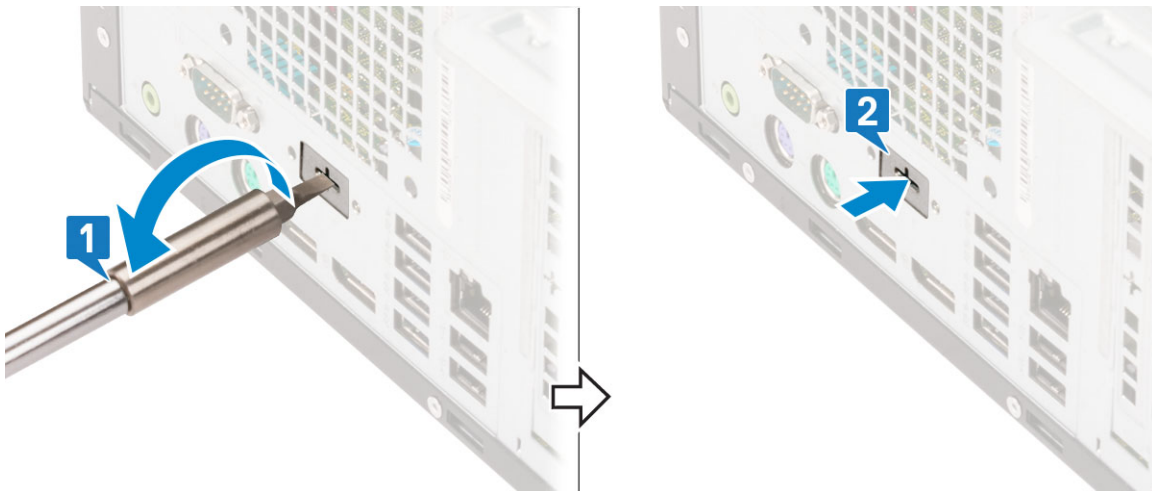


- b. VGA ケーブルをシステム基板のコネクタから外します [1]。
- c. VGA モジュールをシステムから取り外します [2]。

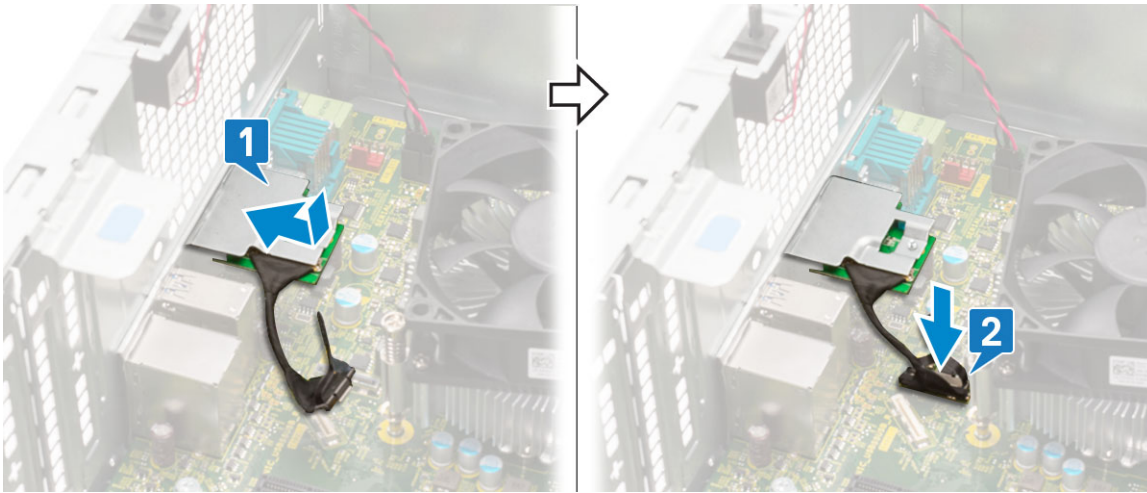


## オプションの VGA モジュールの取り付け

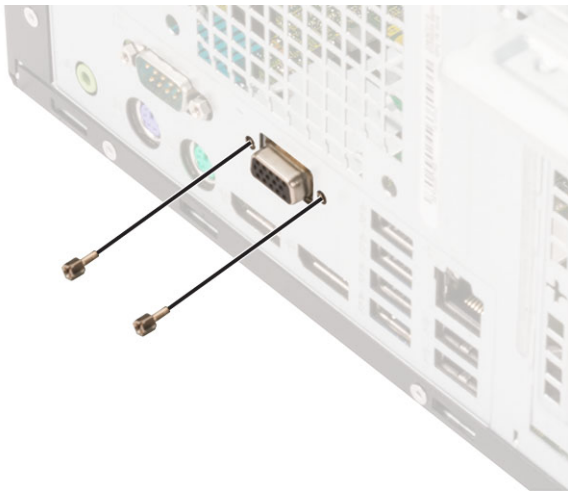
1. 以下に示すように金属製ブラケットを取り外すには、ブラケットの穴にマイナスドライバーを差し込み [1]、ブラケットを押して外します [2]。次に、システムからブラケットを持ち上げて取り出します。



2. コンピューターの内側から VGA モジュールをスロットに挿入し [1]、VGA ケーブルをシステム基板上的コネクタに接続します [2]。



3. 2本の (M3X3) ネジを取り付け、オプションのVGA モジュールをシステムに固定します。



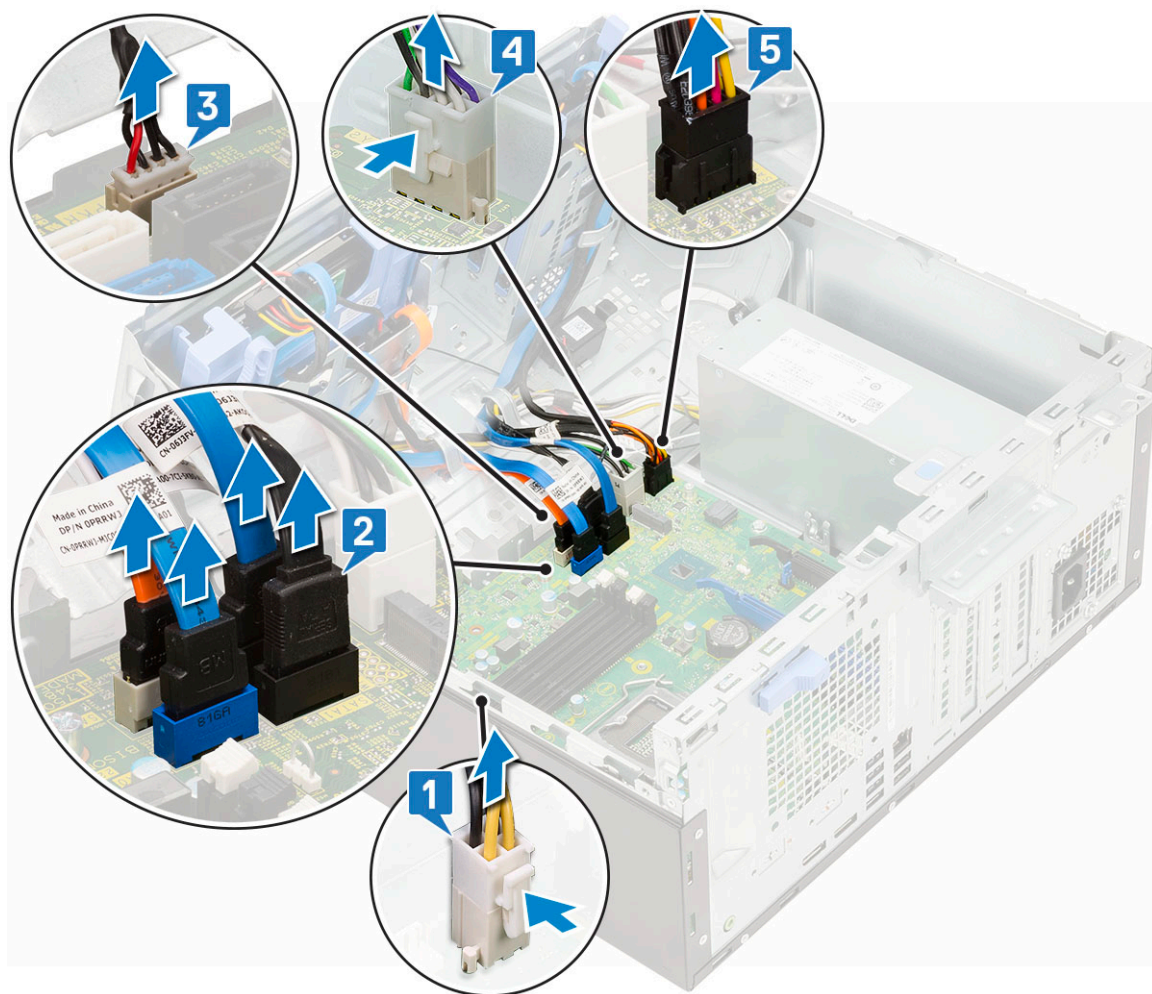
4. システム ファンを取り付けます。
5. 前面パネル ドアを閉じます。
6. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
7. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」 の手順に従います。

## システム基板

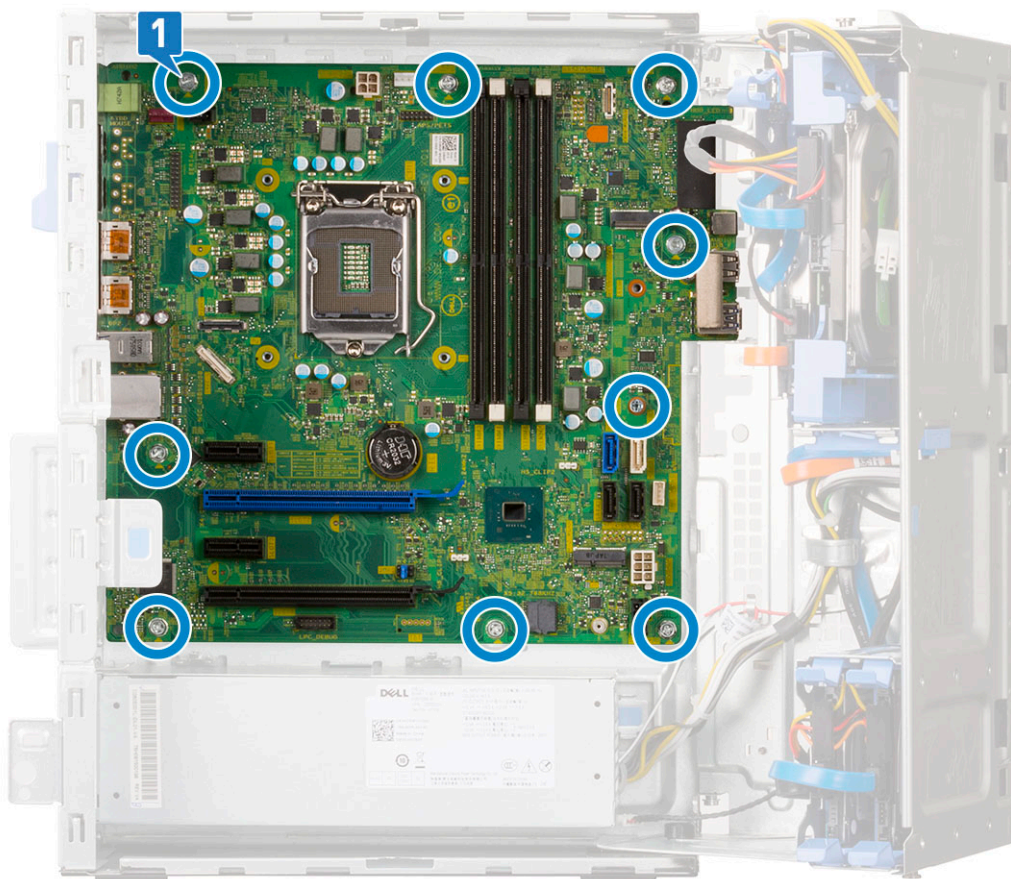
### システム基板の取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」 の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. 前面パネルドアを開きます。
4. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. ヒートシンクアセンブリ
  - b. プロセッサ
  - c. 拡張カード
  - d. M.2 SSD
  - e. SD カードリーダー

- f. メモリモジュール
  - g. ヒートシンク ファン
5. 以下のケーブルを外します。
- a. インタレーションスイッチ
  - b. 電源スイッチ
6. システム基板から以下のケーブルを外します。
- a. CPU 電源ケーブル [ 1 ]
  - b. ハードドライブのデータ ケーブルと光学ドライブのデータ ケーブル [ 2 ]
  - c. スピーカー ケーブル [ 3 ]
  - d. システム電源ケーブル [ 4 ]
  - e. SATA ケーブル [ 5 ]



7. システム基板を取り外すには、次の手順を実行します。
- a. システム基板をコンピュータに固定しているネジを外します [1]。

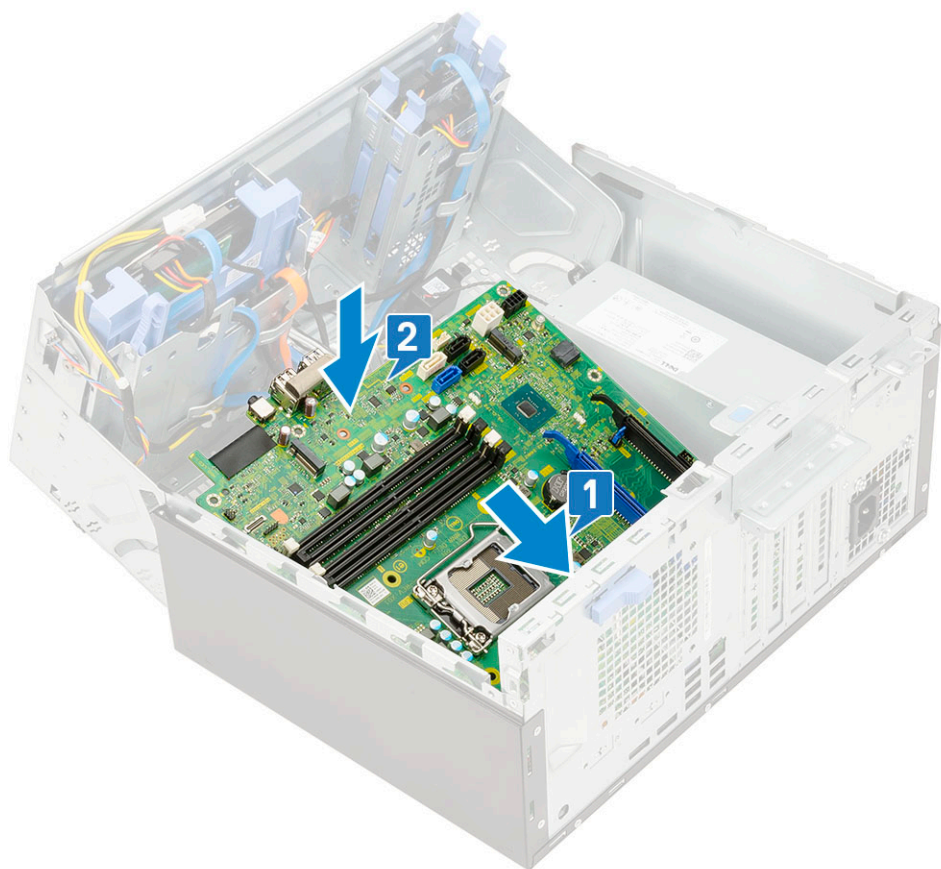


b. システム基板をスライドさせて持ち上げ、コンピューターから取り外します [1, 2]。

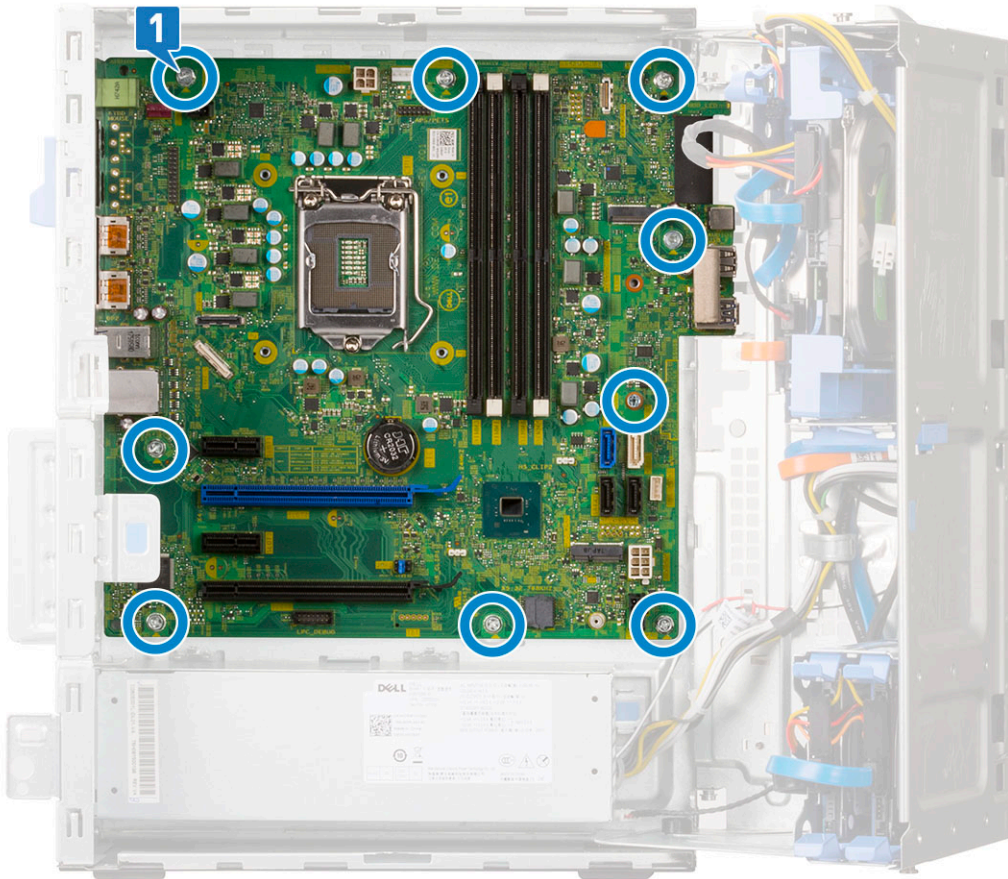


## システム基板の取り付け

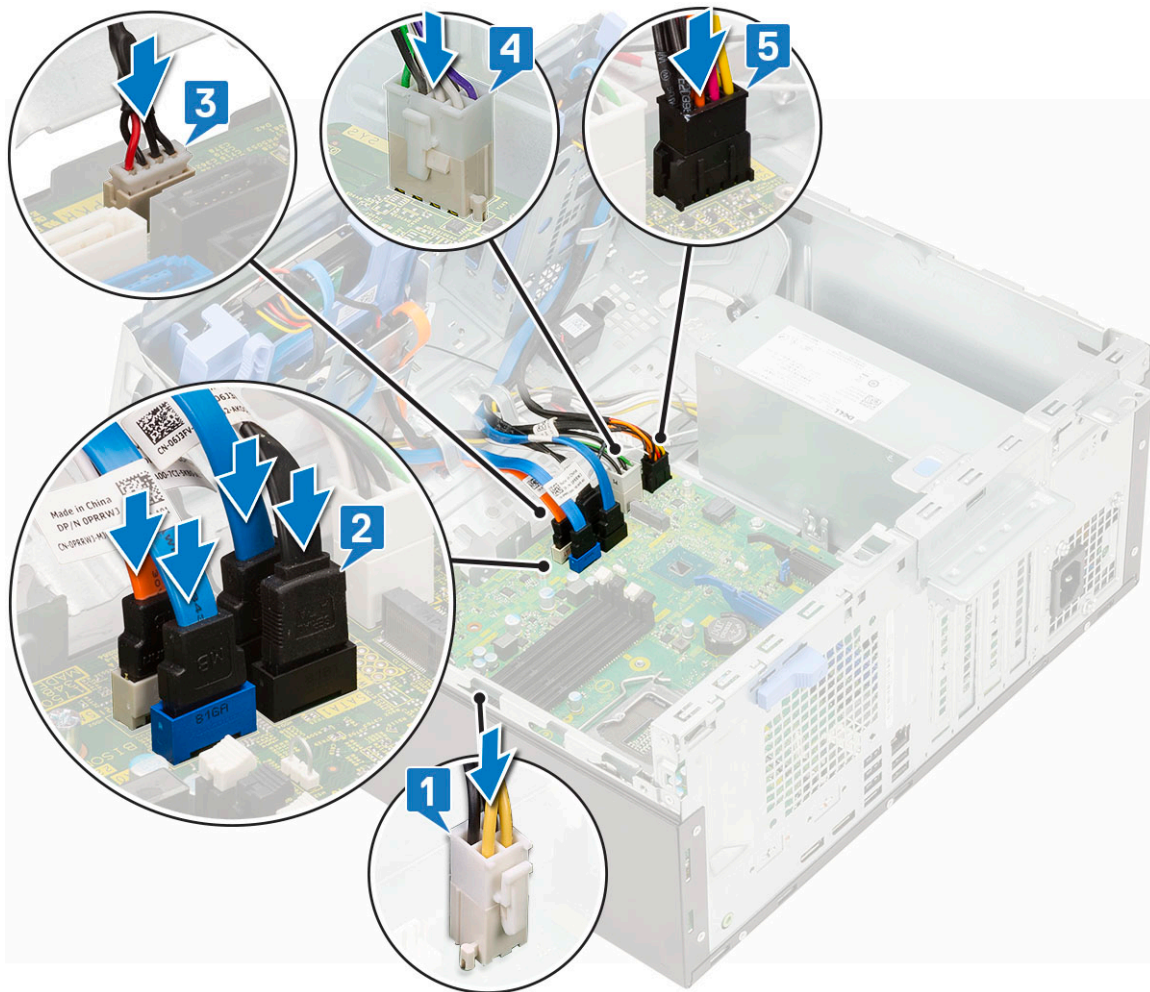
1. システム基板の両端をつかみ、コンピューターの背面に対して位置を調整します。
2. システム基板の背面にあるコネクタがシャーシのスロットと揃い、システム基板のネジ穴がコンピューターの突起と揃うまで、システム基板をコンピューターに下ろします [1, 2]。



3. システム基板をコンピューターに固定するネジを取り付けます [1]。



4. すべてのケーブルを配線クリップに通して配線します。
5. ケーブルとシステム基板上的のコネクタのピンの位置を合わせて、次のケーブルをシステム基板に接続します。
  - a. SATA ケーブル [ 1 ]
  - b. システム電源ケーブル [ 2 ]
  - c. スピーカー ケーブル [ 3 ]
  - d. ハードドライブのデータ ケーブルと光学ドライブのデータ ケーブル [ 4 ]
  - e. CPU 電源ケーブル [ 5 ]



6. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. メモリモジュール
  - b. M.2 SSD
  - c. 拡張カード
  - d. SD カードリーダー
  - e. プロセッサ
  - f. ヒートシンクアセンブリ
7. 以下のケーブルを接続します。
  - a. 電源スイッチ
  - b. インタラージョンスイッチ
8. 前面パネル ドアを閉じます
9. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
10. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」 の手順に従います。

# トラブルシューティング

## トピック：

- ePSA (強化された起動前システムアセスメント) 診断
- 診断
- 電源供給ユニットのビルトイン自己テスト
- 診断エラーメッセージ
- システムエラーメッセージ
- オペレーティング システムのリカバリ
- リアルタイムクロック：RTC リセット
- バックアップ メディアとリカバリー オプション
- Wi-Fi 電源の入れ直し

## ePSA (強化された起動前システムアセスメント) 診断

ePSA 診断 (システム診断とも呼ばれる) ではハードウェアの完全なチェックを実行します。ePSA は BIOS に組み込まれており、BIOS によって内部で起動します。組み込み型システム診断プログラムには、特定のデバイスまたはデバイス グループ用の一連のオプションが用意されており、以下の処理が可能です。

ePSA 診断は、コンピューターの電源投入中は、FN+PWR ボタンで開始できます。

- テストを自動的に、または対話モードで実行
- テストの繰り返し
- テスト結果の表示または保存
- 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
- テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスメッセージを表示
- テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示

**① メモ:** 特定のデバイスについては、ユーザーによる操作が必要なテストもあります。診断テストを実行する際は、コンピューター端末の前に必ずいるようにしてください。

## ePSA 診断の実行

次の方法のいずれかでブート診断を起動します。

1. コンピューターの電源を入れます。
2. システムが起動し、Dell のロゴが表示されたら F12 キーを押します。
3. ブートメニュー画面で上/下矢印キーを使用して [診断] オプションを選択し、[Enter] を押します。
 

**① メモ:** [ePSA (強化された起動前システムアセスメント)] ウィンドウが表示され、コンピューター内で検出された全デバイスがリストアップされます。診断が検出された全デバイスのテストを開始します。
4. 右下隅にある矢印を押して、ページリストに移動します。  
検出されたアイテムはリストおよびテストされます。
5. 特定のデバイスで診断テストを実行するには、<Esc> を押して [はい] をクリックし、診断テストを中止します。
6. 左のパネルからデバイスを選択し、[テストの実行] をクリックします。
7. 何か問題がある場合は、エラーコードが表示されます。  
エラーコードをメモしてデルに連絡してください。

## 診断

コンピュータの POST (パワーオンセルフテスト) では、起動プロセスを開始する前に、コンピュータの基本要件が満たされハードウェアが適切に動作していることを確認します。コンピュータが POST に合格すると、通常モードでの起動を続行します。しかし、コンピュータが POST に合格しなかった場合は、起動中に LED が一連のコードを発します。システム LED は電源ボタンに組み込まれています。

次の表は、異なるライトパターンとその意味を示しています。

表 3. 電源 LED のサマリー

橙色の LED の状態	白色の LED の状態	システム状態	メモ
消灯	消灯	S4、S5	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクの休止または一時停止 (S4)</li> <li>電源オフ (S5)</li> </ul>
消灯	点滅	S1、S3	システムが低電力状態 (S1 または S3 のいずれか) です。これは、障害状態ではありません。
以前の状態	以前の状態	S3、PWRGD_PS なし	このエントリーは、SLP_S3# アクティブから PWRGD_PS 非アクティブでの遅延の可能性をもたらします。
点滅	消灯	S0、PWRGD_PS なし	起動障害 - コンピューターに電力が供給されており、電源装置から供給される電力は正常です。デバイスが誤動作しているか、または正しく取り付けられていない可能性があります。オレンジ色の点滅パターンによる診断の提案と考えられる障害については、下の表を参照してください。
青色に	消灯	S0、PWRGD_PS なし、コードのフェッチ = 0	起動障害 - これは、電源装置を含むシステム障害の状態です。電源装置の +5VSB レイルのみが正常に動作しています。
消灯	青色に	S0、PWRGD_PS なし、コードのフェッチ = 1	これは、ホスト BIOS の実行が開始されて、LED レジスタが書き込み可能になったことを示します。

表 4. オレンジ LED 点滅障害

橙色の LED の状態	白色の LED の状態	システム状態	メモ
2	1	不良 MBD	不良 MBD - SIO 仕様の表 12.4 からの行 A、G、H、J - プレ POST インジケータ [ 40 ]
2	2	不良 MB、PSU またはケーブル	不良 MBD、PSU または PSU 配線 - 表 12.4 SIO 仕様の行 B、C、D [ 40 ]
2	3	不良 MBD、DIMM、または CPU	不良 MBD、DIMM、または CPU - SIO 仕様の表 12.4 からの行 F と K [ 40 ]
2	4	コイン型電池の不良	コイン型電池の不良 - SIO 仕様の表 12.4 行 M [ 40 ]

表 5. ホスト BIOS 制御下の状態

橙色の LED の状態	白色の LED の状態	システム状態	メモ
2	5	BIOS の状態 1	BIOS POST コード (古い LED パターン 0001) BIOS の破損。
2	6	BIOS の状態 2	BIOS POST コード (古い LED パターン 0010) CPU 設定または CPU 障害。
2	7	BIOS の状態 3	BIOS POST コード (古い LED パターン 0011) プロセスの MEM 設定。適切な MEM モジュールが検出されましたが、障害が発生しました。
3	1	BIOS の状態 4	BIOS POST コード (古い LED パターン 0100) PCI デバイス設定または障害をビデオ サブシステム設定または障害と合併します。0101 ビデオ コードを解消する BIOS。
3	2	BIOS の状態 5	BIOS POST コード (古い LED パターン 0110) ストレージおよび USB 設定または障害を合併します。0111 USB コードを解消する BIOS。
3	3	BIOS の状態 6	BIOS POST コード (古い LED パターン 1000) MEM 設定、メモリは検出されませんでした。
3	4	BIOS の状態 7	BIOS POST コード (古い LED パターン 1001) 致命的マザーボード エラー。
3	5	BIOS の状態 8	BIOS POST コード (古い LED パターン 1010) MEM 設定、互換性のないモジュールまたは無効な設定。
3	6	BIOS の状態 9	BIOS POST コード (古い LED パターン 1011) 他のプレ ビデオ アクティビティおよびリソース設定コードを合併します。1100 コードを解消する BIOS。
3	7	BIOS の状態 10	BIOS POST コード (古い LED パターン 1110) 他のプレ POST アクティビティ、ビデオ init に後続のルーチン。

## 電源供給ユニットのビルトイン自己テスト

ビルトイン自己テスト (BIST) は、電源供給ユニットが動作しているかどうかを判断するのに役立ちます。デスクトップ PC またはオールインワン PC の電源供給ユニットで自己テスト診断を実行するには、[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) でナレッジ ベース記事 000125179 を参照してください。

# 診断エラーメッセージ

表 6. 診断エラーメッセージ

エラーメッセージ	説明
AUXILIARY DEVICE FAILURE	タッチパッドまたは外付けマウスに問題がある可能性があります。外付けマウスを使用している場合、ケーブル接続を確認します。セットアップユーティリティで [ Pointing Device ] (ポインティングデバイス) オプションの設定を有効にします。
BAD COMMAND OR FILE NAME	コマンドのスペルは正しいか、空白の位置は正しいか、パス名は正しいかを確認してください。
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE	マイクロプロセッサに内蔵の1次キャッシュに問題が発生しました。 <b>デルへのお問い合わせ</b>
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE	コンピュータからのコマンドにオプティカルドライブが応答しません。
DATA ERROR	ハードドライブからデータを読むことができません。
DECREASING AVAILABLE MEMORY	メモリモジュールに問題があるか、またはメモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
DISK C: FAILED INITIALIZATION	ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。[ Dell Diagnostics ] (診断) プログラムの Hard Disk Drive テストを実行します。
DRIVE NOT READY	操作を続行する前に、ベイにはハードドライブが必要です。ハードディスクドライブベイにハードディスクドライブを取り付けます。
ERROR READING PCMCIA CARD	コンピュータが、ExpressCard を認識できません。カードを挿しなおすか、別のカードを使用してください。
EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED	不揮発性メモリ (NVRAM) に記録されているメモリ容量が、実際に取り付けられているメモリモジュールの容量と一致しません。コンピュータを再起動します。再度エラーが表示される場合は、 <b>デルにお問い合わせください</b> 。
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE	指定のディスクにコピーするにはファイルサイズが大きすぎます。またはディスクがいっぱいで入りません。他のディスクにコピーするか容量の大きなディスクを使用します。
A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < >   -	これらの文字はファイル名には使用しないでください。
GATE A20 FAILURE	メモリモジュールがしっかりと接続されていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
GENERAL FAILURE	オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。通常、このメッセージに続いて具体的な情報が表示されます。例えば、Printer out of paper. Take the appropriate action.
HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR	コンピュータがドライブの種類を識別できません。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外して、コンピュータをオプティカルドライブから起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。[ Dell Diagnostics ] (診断) プログラムの [ Hard Disk Drive ] テストを実行します。
HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0	ハードディスクドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外して、コンピュータをオプティカルドライブから起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハ

表 6. 診断エラーメッセージ ( 続き )

エラーメッセージ	説明
	ードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。[ Dell Diagnostics ]( 診断 ) プログラムの [ Hard Disk Drive ] テストを実行します。
HARD-DISK DRIVE FAILURE	ハードディスクドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外して、コンピュータをオプティカルドライブから起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。[ Dell Diagnostics ]( 診断 ) プログラムの [ Hard Disk Drive ] テストを実行します。
HARD-DISK DRIVE READ FAILURE	ハードディスクドライブに問題がある可能性があります。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外して、コンピュータをオプティカルドライブから起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。[ Dell Diagnostics ]( 診断 ) プログラムの [ Hard Disk Drive ] テストを実行します。
INSERT BOOTABLE MEDIA	オペレーティングシステムは、オプティカルドライブなどの起動できないメディアから起動しようとしています。起動可能なメディアをセットします。
INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM	システム設定情報がハードウェア構成と一致しません。メモリモジュールの取り付け後などにこのメッセージが表示されることがあります。セットアップユーティリティで対応するオプションを修正します。
KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE	外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。[ Dell Diagnostics ]( 診断 ) プログラムの [ Keyboard Controller ] テストを実行します。
KEYBOARD CONTROLLER FAILURE	外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに触れないようにします。[ Dell Diagnostics ]( 診断 ) プログラムの [ Keyboard Controller ] テストを実行します。
KEYBOARD DATA LINE FAILURE	外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。[ Dell Diagnostics ]( 診断 ) プログラムの [ Keyboard Controller ] テストを実行します。
KEYBOARD STUCK KEY FAILURE	外付けキーボードまたはキーパッドの、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはキーに触れないようにします。[ Dell Diagnostics ]( 診断 ) プログラムの [ Stuck Key ] テストを実行します。
LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT	Dell MediaDirect では、そのファイルのデジタル権限管理 ( DRM ) 制限が検証できないので、そのファイルは再生できません。
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
MEMORY ALLOCATION ERROR	実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、他のプログラム、またはユーティリティと拮抗しています。コンピュータをシャットダウンし、30 秒待ってから再起動します。プログラムを再度実行します。エラーメッセージが依然として表示される場合、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

表 6. 診断エラーメッセージ ( 続き )

エラーメッセージ	説明
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
NO BOOT DEVICE AVAILABLE	コンピュータがハードディスクドライブを見つけることができません。ハードドライブが起動デバイスの場合、ドライブが適切に装着されており、起動デバイスとして区分 (パーティション) されているか確認します。
NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE	オペレーティングシステムが破損している可能性があります。 <b>デルにお問い合わせください。</b>
NO TIMER TICK INTERRUPT	システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。[ Dell Diagnostics ] ( 診断 ) プログラムの [ System Set ] テストを実行します。
NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN	開いているプログラムの数が多すぎます。すべてのウィンドウを閉じ、使用するプログラムのみを開きます。
OPERATING SYSTEM NOT FOUND	OSの再インストール。問題が解決しない場合は、 <b>デルにお問い合わせください。</b>
OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM	オプション ROM に障害が発生しました。 <b>デルにお問い合わせください。</b>
SECTOR NOT FOUND	オペレーティングシステムがハードディスクドライブ上のセクターを見つけることができません。ハードディスクドライブが不良セクターを持っているか、FAT が破壊されている可能性があります。Windows のエラーチェックユーティリティを実行して、ハードディスクドライブのファイル構造を調べます。手順については、[ Windows Help and Support ] ( ヘルプとサポート ) を参照してください ([ Start ( スタート ) ] > [ Help and Support ( ヘルプとサポート ) ] をクリックします)。多くのセクターに障害がある場合、データをバックアップして ( 可能な場合 )、ハードディスクドライブをフォーマットします。
SEEK ERROR	オペレーティングシステムがハードディスクドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。
SHUTDOWN FAILURE	システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。[ Dell Diagnostics ] ( 診断 ) プログラムの [ System Set ] テストを実行します。再度メッセージが表示される場合は、 <b>デルにお問い合わせください。</b>
TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER	システム設定が破損しています。コンピュータをコンセントに接続してバッテリーを充電します。問題が解決しない場合は、セットアップユーティリティを起動してデータの復元を試み、それからすぐにプログラムを終了します。再度メッセージが表示される場合は、 <b>デルにお問い合わせください。</b>
TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED	システム設定をサポートする予備バッテリーに、再充電が必要である可能性があります。コンピュータをコンセントに接続してバッテリーを充電します。問題が解決しない場合は、 <b>デルにお問い合わせください。</b>
TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM	セットアップユーティリティで設定した時刻または日付が内部時計と一致しません。[ Date and Time ] ( 日付と時刻 ) オプションの設定を修正します。

表 6. 診断エラーメッセージ ( 続き )

エラーメッセージ	説明
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED	システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 [ Dell Diagnostics ] ( 診断 ) プログラムの [ System Set ] テストを実行します。
UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE	キーボードコントローラが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。[ Dell Diagnostics ] ( 診断 ) プログラムの [ System Memory ] テストおよび [ Keyboard Controller ] テストを実行するか、 <b>デルにお問い合わせください</b> 。
X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY	ディスクをドライブに挿入し、操作をやり直してください。

## システムエラーメッセージ

表 7. システムエラーメッセージ

システムメッセージ	説明
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support ( 警告 : このシステムの前の起動時にチェックポイント [nnnn] で障害が発生しました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わせください )	同じエラーによって、コンピュータは 3 回連続して起動ルーチンを終了できませんでした。
CMOS checksum error ( CMOS チェックサムエラー )	RTC がリセットされ、[ BIOS セットアップ ] のデフォルトがロードされています。
CPU fan failure ( CPU ファン障害 )	CPU ファンに障害が発生しました。
System fan failure ( システムファン障害 )	システムファンに障害が発生しました。
Hard-disk drive failure ( ハードディスクドライブ障害 )	POST 中にハードディスクドライブに障害が発生した可能性があります。
Keyboard failure ( キーボード障害 )	キーボードに障害が発生したか、またはケーブルがしっかりと接続されていません。ケーブルをつなぎ直しても問題が解決しない場合はキーボードを交換してください。
No boot device available ( 起動デバイスがありません )	ハードディスクドライブ上に起動可能なパーティションが存在しないか、ハードドライブケーブルがしっかりと接続されていないか、または起動可能なデバイスが存在しません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ハードドライブが起動デバイスの場合、ケーブルが接続されていること、およびドライブが適切に取り付けられ、起動デバイスとしてパーティション分割されていることを確認します。</li> <li>セットアップユーティリティを起動して、起動順序の情報が正しいことを確認します。</li> </ul>
No timer tick interrupt ( タイマーティック割り込み信号がありません )	システム基板上のチップが誤動作しているか、またはマザーボードに障害が発生している可能性があります。
NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem( 注意 - ハードドライブの自己監視システムに、パラメーターが通常の動作範囲を超えていることがレポートされています。デルではデータを定期的にバックアップすることをお勧めしています。パラメーターが	S.M.A.R.T エラー、ハードディスクドライブに障害の可能性があります。

表 7. システムエラーメッセージ（続き）

システムメッセージ	説明
範囲を超えていても、ハードドライブに潜在的な問題がある場合とそうでない場合があります。)	

## オペレーティング システムのリカバリ

PC で何度か試行してもオペレーティング システムが起動されない場合、Dell SupportAssist の OS のリカバリーが自動的に起動します。

Dell SupportAssist OS Recovery はスタンドアロン ツールで、Windows オペレーティング システムがインストールされている Dell の PC すべてにプレインストールされています。PC でオペレーティング システムが起動される前に発生する問題を診断してトラブルシューティングするツールで構成されています。ハードウェアの問題の診断、PC の修復、ファイルのバックアップ、PC の出荷時状態への復元を行うことができます。

ソフトウェアやハードウェアの障害が原因でプライマリ オペレーティング システムを起動できない場合、Dell サポート用 Web サイトからダウンロードし、PC をトラブルシューティングして修正できます。

Dell SupportAssist OS Recovery の詳細については、[www.dell.com/serviceabilitytools](http://www.dell.com/serviceabilitytools) にある『Dell SupportAssist OS Recovery ユーザーズガイド』を参照してください。[ SupportAssist ]、[ SupportAssist OS Recovery ] の順にクリックします。

## リアルタイムクロック：RTC リセット

リアルタイムクロック（RTC）リセット機能を使用すると、ユーザーやサービス技術者は、最近リリースされたモデルの Dell Latitude および Precision システムを **No POST/No Boot/No Power** 状態からリカバリーできます。システムが AC 電源に接続されている場合のみ、電源オフ状態からシステムの RTC リセットを開始できます。電源ボタンを 25 秒間押したままにします。電源ボタンを放すと、システムの RTC リセットが実行されます。

**ⓘ メモ:** 処理中にシステムから AC 電源を外すか、電源ボタンを 40 秒より長く押したままにすると、RTC リセットプロセスは中止されます。

RTC リセットを実行すると、BIOS がデフォルトにリセットされ、Intel vPro のプロビジョニングが解除され、システムの日付と時刻がリセットされます。次の項目は、RTC リセットの影響を受けません。

- サービス タグ
- Asset Tag
- 所有者タグ
- 管理者パスワード
- システム パスワード
- HDD Password
- キーデータベース
- システムログ

**ⓘ メモ:** システム上の IT 管理者の vPro アカウントとパスワードは、プロビジョニング解除されます。システムでは、セットアップと構成のプロセスを再度実行して、vPro サーバーに再接続する必要があります。

次の項目は、カスタム BIOS 設定の選択に応じて、リセットされる場合とリセットされない場合があります。


- ブート リスト
- Enable Legacy Option ROMs
- セキュア ブートを有効にする
- Allow BIOS Downgrade ( BIOS のダウングレードを許可する )

## バックアップ メディアとリカバリー オプション

Windows で発生する可能性がある問題のトラブルシューティングと修正のために、回復ドライブを作成することが推奨されています。デルでは、Dell PC の Windows オペレーティング システムをリカバリするために、複数のオプションを用意しています。詳細に関しては「[デルの Windows バックアップ メディアおよびリカバリ オプション](#)」を参照してください。

## Wi-Fi 電源の入れ直し

お使いのコンピューターが Wi-Fi 接続の問題が原因でインターネットにアクセスできない場合は、Wi-Fi 電源の入れ直し手順を実施することができます。次に、Wi-Fi 電源の入れ直しの実施方法についての手順を示します。

 **メモ:** 一部の ISP (インターネット サービス プロバイダ) はモデム/ルータ コンボ デバイスを提供しています。

1. コンピューターの電源を切ります。
2. モデムの電源を切ります。
3. ワイヤレス ルータの電源を切ります。
4. 30 秒待ちます。
5. ワイヤレス ルータの電源を入れます。
6. モデムの電源を入れます。
7. コンピューターの電源を入れます。

**トピック：**

- [Dell へのお問い合わせ](#)

## Dell へのお問い合わせ

**① | メモ:** インターネットにアクセスできない場合には、注文書、配送伝票、請求書、または Dell 製品カタログにある、お問い合わせ情報をご利用ください。

Dell では、オンラインおよび電話によるサポートとサービスオプションをいくつかご用意しています。これらのサービスは国および製品によって異なり、お住まいの地域では一部のサービスがご利用いただけない場合があります。Dell のセールス、テクニカルサポート、またはカスタマー サービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

1. [ [Dell.com/support](https://Dell.com/support) ] にアクセスしてください。
2. サポートカテゴリを選択します。
3. ページの下部にある [ 国 / 地域の選択 ] ドロップダウンリストで、お住まいの国または地域を確認します。
4. 目的のサービスまたはサポートを選択します。